

목 차

분 기 보 고 서	1
【 대표이사 등의 확인 】	2
I. 회사의 개요.....	2
1. 회사의 개요.....	2
2. 회사의 연혁.....	16
3. 자본금 변동사항.....	29
4. 주식의 총수 등.....	30
5. 의결권 현황.....	32
6. 배당에 관한 사항 등.....	33
II. 사업의 내용	34
III. 재무에 관한 사항	77
IV. 감사인의 감사의견 등.....	116
V. 이사의 경영진단 및 분석의견.....	118
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항.....	119
1. 이사회에 관한 사항.....	119
2. 감사제도에 관한 사항.....	126
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항.....	127
4. 계열회사 등의 현황.....	128
VII. 주주에 관한 사항.....	153
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항.....	159
1. 임원 및 직원의 현황.....	159
2. 임원의 보수 등.....	191
IX. 이해관계자와의 거래내용.....	197
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	200
XI. 재무제표 등	207
XII. 부속명세서	229
【 전문가의 확인 】	236
1. 전문가의 확인.....	236
2. 전문가와의 이해관계.....	236

분기보고서

(제 46 기 1분기)

사업연도 2014년 01월 01일 부터
 2014년 03월 31일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2014년 5월 15일

제출대상법인 유형 :

주권상장법인

면제사유발생 :

해당사항 없음

회 사 명 :

삼성전자주식회사

대 표 이 사 :

권 오 현

본 점 소 재 지 :

경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동)

(전 화) 031-200-1114

(홈페이지) <http://www.samsung.com/sec>

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재경팀장 (성 명) 남 공 범

(전 화) 02-2255-7641

【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 분기보고서의 기재 내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재 사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」 제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2014. 5. 15

삼성전자 주식회사

대표이사 : 권 오 현 (서명)

신고업무 담당이사 : 이 상 훈 (서명)

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 삼성전자주식회사이고 영문명은 Samsung Electronics Co., Ltd.입니다.

나. 설립일자

당사는 1969년 1월 13일에 삼성전자공업주식회사로 설립되었으며, 1975년 6월 11일 기업공개를 실시하였습니다.

당사는 1984년 2월 28일 정기주주총회 결의에 의거하여 상호를 삼성전자공업주식회사에서 삼성전자주식회사로 변경하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)

전화번호 : 031-200-1114

홈페이지 : <http://www.samsung.com/sec>

라. 중소기업 해당여부

당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요사업의 내용

당사는 제품의 특성에 따라 CE(Consumer Electronics), IM(Information technology & Mobile communications), DS(Device Solutions) 3개의 부문으로 나누어 독립 경영을 하고 있습니다.

각 부문별 제품은 아래와 같습니다.

부문	제품
CE	CTV, 모니터, 프린터, 에어컨, 냉장고, 세탁기, 의료기기 등
IM	HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터, 디지털카메라 등
DS	DRAM, NAND Flash, 모바일AP, LCD패널, OLED패널, LED 등

지역별로는 본사를 거점으로 한국 및 CE, IM 부문 산하 해외 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산·판매법인 등 153개의 동종업종을 영위하는 중속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

[CE 부문]

CE 부문은 혁신적 기술, 독특한 디자인, 편의성과 가치를 겸비한 제품을 통해 디지털시대 소비자들의 현재 요구를 충족시킬 뿐만 아니라 미래의 수요를 예측하여 새로운 상품을 지속적으로 선보임으로써 글로벌 디지털 시장을 이끌고 있습니다.

CTV는 CE 사업 분야의 핵심 제품으로 8년째 세계 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. LCD, LED TV 등 제품의 하드웨어 경쟁우위는 물론, Smart TV 분야에서도 독보적인 우위를 점하며 소프트웨어 산업으로의 전환을 선도하고 있습니다. 앞으로도 신기술의 개척 및 끊임없는 혁신을 통해 시장 지배력을 계속 확대할 계획입니다.

[IM 부문]

IM 부문은 모바일 컨버전스를 넘어 Soft Driven Company로의 패러다임 전환을 주도하고 있습니다. 또한, 프리미엄 브랜드 '갤럭시(GALAXY)'를 필두로 소비자에게 가장 친화적이고 혁신적인 제품으로 모바일 라이프스타일을 선도하고 있습니다.

HHP의 경우 스마트폰 사업 강화 등 시장의 다양한 요구를 충족시키고 있습니다. 최근에는 HHP가 MP3, 카메라, PC 등 다양한 기기의 기능들을 흡수하는 등 단순 특화 영역을 뛰어넘어 스마트폰과 태블릿 등으로 발전하면서 끊임없이 신규수요를 창출하고 있습니다.

당사는 스마트폰 등 다양하고 차별화된 HHP 제품과 더불어 차세대 통신 기술의 개발과 표준화 사업을 주도하는 Long Term Evolution(LTE) 등 글로벌 통신 산업을 이끌고 있습니다.

[DS 부문]

DS 부문은 DRAM, NAND Flash 등 정보를 저장하고 기억하는 메모리와 모바일 AP, 주문형 반도체 등을 생산/판매하는 System LSI 등의 반도체 사업과 액정화면 표시 장치인 Display Panel를 생산/판매하는 Display 사업으로 구성되어 있으며 DRAM 등 정보 저장 용량의 획기적인 개선 및 고품질의 3D TV 패널 개발을 통한 완성품의 신수요 창출을 통하여 완제품 시장을 선도할 수 있는 역량을 지속적으로 확대/강화하고 있습니다.

반도체 사업은 DRAM, NAND Flash 제품 등 초미세 공정 기술을 적용하여 경쟁사 대비 차별성 있는 제품의 생산과 원가 경쟁력을 지속적으로 확보하여 전세계 메모리 시장의 선두 자리를 지속적으로 유지하고 있습니다.
또한, System LSI 시장은 점차 PC에서 모바일 중심으로 재편되고 있으며 당사는 지속적으로 추진해온 선행 공정 개발로 모바일 시장에서의 제품 차별화 및 경쟁력 제고로 시장 지배력을 확대시켜 나갈 것입니다.

TFT-LCD는 높은 해상도의 구현, 초절전 패널의 개발 등을 통하여 우수한 품질 경쟁력을 확보함과 동시에 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력을 확보하는 등 Global 평판 디스플레이 시장의 선두권을 유지하고 있습니다.
또한, OLED는 스마트폰 등 IT기기에서 TFT-LCD를 빠르게 대체하고 있으며 당사는 선제적인 기술개발 및 투자로 시장을 선도하고 있습니다.

☞ 사업 부문별 자세한 사항은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 삼성그룹에 속한 계열회사로서 2014년 1분기말 현재 삼성그룹에는 전년말 대비 2개 회사(삼성웰스토리, 삼성카드 고객서비스)가 증가하고, 3개 회사(삼성코닝정밀소재, 삼성에스엔에스, 글로벌텍)가 감소하여 74개의 국내 계열회사가 있습니다.

이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 17개사이며 비상장사는 57개사입니다.

(2014.3.31. 현재)

구분	회사수	회사명
상장사	17	삼성물산, 제일모직, 삼성전자, 삼성에스디아이, 삼성테크윈, 삼성전기, 삼성중공업, 삼성카드, 삼성생명보험, 호텔신라, 삼성화재해상보험, 삼성증권, 삼성정밀화학, 삼성엔지니어링, 에스원, 제일기획, 크레듀
비상장사	57	삼성에버랜드, 삼성석유화학, 삼성에스디에스, 삼성종합화학, 삼성토탈, 삼성라이온즈, 삼성경제연구소, 스테코, 삼성탈레스, 세메스, 삼성전자판매, 삼성전자서비스, 삼성전자로지텍, 한덕화학, 씨브이네트, 케어캠프, 올렛, 시큐아이, 가치네트, 오픈타이드코리아, 삼육오홍케어, 삼성선물, 삼성벤처투자, 삼성자산운용, 생보부동산신탁, 에스디플렉스, 월드사이버게임즈, 삼성화재손해사정서비스, 애니카자동차손해사정서비스, 에스코어, 삼성전자축구단, 휴먼티에스에스, 레이, 송도랜드마크시티, 에스원씨알엠, 오픈핸즈, 에스엔폴, 삼성메디슨, 삼성바이오로직스, 에스엠피, 에스티엠, 누리솔루션, 콜롬보코리아, 삼성생명서비스손해사정, 미라콤아이앤씨, 에스유머티리얼스, 네추럴나인, 삼성디스플레이, 삼성바이오에피스, 삼성코닝어드밴스드글라스, 대정해상풍력발전, 삼성에스알에이자산운용, 정암풍력발전, 성균관대학교기숙사, 삼성에스지엘탄소소재, 삼성웰스토리, 삼성카드고객서비스
합	74	

☞ 국내외 계열회사관련 자세한 사항은 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항의 4. 계열회사 등의 현황을 참조하시기 바랍니다.

사. 연결대상 종속기업 개황

당사의 연결대상 종속기업은 2014년 1분기말 현재 153개사입니다.
전년말 대비 1개 기업이 증가하고 1개 기업이 감소하였으며
종속기업은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업 연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 기업 여부
Samsung Electronics America, Inc.	1978.07	Challenger Road, Ridgefield Park, NJ, USA	전자제품 판매	12,248,560	의결권의 과반수 소유 (기업회계기 준서 1110호)	○
Samsung Receivables Corporation	1998.03	Challenger Road, Ridgefield Park, NJ, USA	채권관리	2,780,689	상동	○
Samsung Semiconductor, Inc.	1983.07	North First St. San Jose, CA, USA	반도체/DP 판매	7,346,339	상동	○
Samsung Electronics Canada, Inc.	1980.07	2050 Derry Road West, Mississauga, ON, Canada	전자제품 판매	522,775	상동	○
Samsung Information Systems America, Inc.	1988.10	75 west plumeria, San Jose, USA	R&D	184,101	상동	○
Grandis, Inc.	2002.06	1123 Cadillac Court Milpitas, CA 95035 USA	R&D	108,037	상동	○
Samsung International, Inc.	1983.10	9335 Airway Rd. Suite 105 San Diego, CA, USA 92154	CTV/모니터 생산	34,424	상동	X
Samsung Mexicana S.A. de C.V	1988.03	Parque Ind. El Florido Seguna Seccion Tijuana B.C. Mexico	전자제품 생산	1,065,830	상동	○
Samsung Telecommunications America LLC.	1992.01	1301 E Lookout Dr. Richardson TX, USA 75082	통신제품 판매	4,735,432	상동	○
Samsung Austin Semiconductor LLC.	1996.02	12100 Samsung Blvd. Austin, TX USA 78754	반도체 생산	6,393,348	상동	○
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	1995.07	Col. Chapultepec Morales, Del Miguel Hidalgo D.F, Mexico	전자제품 판매	1,554,638	상동	○
SEMES America, Inc.	1998.10	78754 9701 Dessau Rd. #305 Austin Texas, USA	반도체 장비	1,090	상동	X
Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV	2012.12	Av. Benito Juarez #119, Parque Industrial Qro, Sta. Rosa Jauregui C.P 76220 Queretaro Queretaro, Mexico	전자제품 생산	503,513	상동	○
Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc.	1995.05	9800 NW 41st Street Suite 200, Miami, FL, USA 33178	전자제품 판매	259,165	상동	○
Nvelo, Inc.	2010.05	2900 Lakeside Drive, Suite 150, Santa Clara, CA 95054, USA	소프트웨어	1,519	상동	X
Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	1989.04	Calle 50 Edificio PH Credicorp Bank Piso 16, Panama City, Panama	전자제품 판매	375,274	상동	○
Samsung Electronics Venezuela, C.A.	2010.05	Torre Kepler Piso 1, Av. Blandin Castellana, Municipio Chacao, Caracas Venezuela	마케팅 및 서비스	8,928	상동	X

Samsung Electronica Colombia S.A.	1997.03	Carrera 7 # 114-43 Oficina 606 Bogota Colombia	전자제품 판매	327,320	상동	O
Samsung Electronics Panama. S.A.	2012.07	Torre de Las Americas, TorreC,Piso 23, Panama City Panama	컨설팅	3,549	상동	X
Samsung Electronica da Amazonia Ltda.	1994.10	Avenida das Nacoes Unidas, 12901-8 andar - Torre Oeste Brooklin Novo Sao Paulo SP Brazil	전자제품 생산 및 판매	3,429,136	상동	O
Samsung Electronics Argentina S.A.	1996.06	Bouchard 7107 Piso Ciudad de Buenos Aires, Argentina	마케팅 및 서비스	49,454	상동	X
Samsung Electronics Chile Limitada	2002.12	Americo Vespuccio Sur 100 Oficina 102, Las Condes, Chile	전자제품 판매	492,709	상동	O
Samsung Electronics Peru S.A.C.	2010.04	Ricardo Rivera Navarrete 501, 9th floor, Avenue, Peru	전자제품 판매	150,228	상동	O
Samsung Electronics (UK) Ltd.	1995.07	Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK	전자제품 판매	1,393,507	상동	O
Samsung Electronics(London) Ltd.	1999.01	Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK	Holding Company	7,647	상동	X
Samsung Electronics Holding GmbH	1982.02	65824 Samsung Haus Am Kronberger Hang 6 Schwalbach, Germany	Holding Company	886,338	상동	O
Samsung Semiconductor Europe GmbH	1987.12	Koelner Str. 12, 65760 Eschborn, Germany	반도체/DP 판매	1,016,296	상동	O
Samsung Electronics GmbH	1984.12	65824 Samsung Haus Am Kronberger Hang 6 Schwalbach, Germany	전자제품 판매	1,214,277	상동	O
Samsung Electronics Iberia, S.A.	1989.01	Parque Empresarial Omega Edificio C Avenida de Barajas, Espanol	전자제품 판매	783,438	상동	O
Samsung Electronics France S.A.S	1988.01	avenue du President Wilson 93458 La Plain Saint Denis Cedex France	전자제품 판매	1,157,900	상동	O
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd	1989.10	H-1037 Budapest, Szepvolgyi ut 35-37, Hungary	전자제품 생산 및 판매	1,249,691	상동	O
Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	2010.01	Sokolovska 17 Praha 8, Czech Republic	전자제품 판매	170,011	상동	O
Samsung Electronics Italia S.P.A.	1991.04	Via Carlo Donat Cattin 5, Cernusco sul Naviglio, 20073 Milan Italy	전자제품 판매	1,004,423	상동	O
Samsung Electronics Europe Logistics B.V.	1991.05	Olof Palmestraat 10, 2616LR Delft, The Netherlands	물류	1,903,892	상동	O
Samsung Electronics Benelux B.V.	1995.07	Olof Palmestraat 70, 2616LR Delft The Netherlands	전자제품 판매	1,290,124	상동	O
Samsung Display Slovakia s.r.o.	2007.03	919 42 Voderady 401 Voderady Slovakia	DP 임가공	299,196	상동	O
Samsung Electronics Romania LLC	2007.09	Sos. Pipera-Tunari, nr. 1/VII, Nord City Tower Voluntari Ilfov Romania	전자제품 판매	144,702	상동	O
Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o	1996.04	ul.Marynarska 15 Warszawa Poland	전자제품 판매	557,370	상동	O

Samsung Electronics Portuguesa S.A.	1982.09	Lagoas Parque, Edificio 5B Piso 0 2740-298 Porto 0Salvo - Portugal	전자제품 판매	132,631	상동	O
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	1992.03	Kanal Vagen 10A, 194 27, Upplands Vasby, Sweden	전자제품 판매	533,252	상동	O
Samsung Nanoradio Design Center	2004.02	Torshamnsgatan 39 164 40 Kista Sweden	R&D	21,737	상동	X
Samsung Semiconductor Europe Limited	1997.04	No.5 The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, UK	반도체/DP 판매	98,884	상동	O
Samsung Electronics Austria GmbH	2002.01	Praterstraße 31 1020 Vienna Austria	전자제품 판매	323,756	상동	O
Samsung Electronics Slovakia s.r.o	2002.06	Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia	CTV/모니터 생산	1,764,078	상동	O
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	2008.10	Olof Palmestraat 10, 2616 LR Delft, the Netherlands	Holding Company	5,780,302	상동	O
Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o	2010.02	ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, Poland	가전제품 생산	373,469	상동	O
Samsung Electronics Greece S.A.	2010.04	280 Kifissias Ave, Halandri 15232 Athens Greece	전자제품 판매	108,514	상동	O
Nanoradio Hellas AE	2007.11	Patras Innovation Hub 4, Kastritsi RD 265 04 Rio Patras, Greece	R&D	21,737	상동	X
Samsung Denmark Research Center ApS	2012.09	c/o Novi Science Park, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst, Denmark	R&D	22,520	상동	X
Samsung France Research Center SARL	2012.10	Les 2 Arcs, Bat.B, etage 4, 1800 Route des cretes, Sophia Antipolis, 06560 Valbonne, France	R&D	22,406	상동	X
Samsung Cambridge Solution Centre Limited	2012.09	St. John's Houst, St. John's Innovation Park, Cowley Road, Cambridge, UK, CB4 0ZT	R&D	132,919	상동	O
Samsung Electronics Baltics SIA	2001.10	Dunties iela 6, Riga, Latvia	전자제품 판매	44,495	상동	X
Samsung Electronics Overseas B.V.	1997.01	Olof Palmestraat 10, 2616LR, Delft The Netherlands	전자제품 판매	173,644	상동	O
Samsung Electronics Rus LLC	1999.03	Bolshoi Gnezdnikovsky per., 1, bldg.2 Moscow Russia	마케팅	12,392	상동	X
Samsung Electronics Rus Company LLC	2006.10	Bolshoi Gnezdnikovsky per., 1, bldg.2 Moscow Russia	전자제품 판매	1,410,054	상동	O
Samsung Electronics Ukraine LLC	2004.01	75A, Zhylianska Str Kiev, Ukraine	마케팅	79	상동	X
Samsung Electronics Ukraine Company LLC	2008.09	75A, Zhylianska Str Kiev, Ukraine	전자제품 판매	189,644	상동	O
Samsung R&D Institute Rus LLC	2011.11	127018 Office 1401, building 1, 12, Dvintsev Street Moscow Russia	R&D	13,767	상동	X
Samsung Electronics Kazakhstan LLP	2006.07	Naurizbay batyr st. Almaty Republic of Kazakhstan	마케팅	964	상동	X
Samsung Electronics KZ and Central Asia LLP	2008.09	Naurizbay batyr st. Almaty Republic of Kazakhstan	전자제품 판매	161,062	상동	O

Samsung Electronics Rus Kaluga LLC	2007.07	Kaluga region,Borovsk district,Koryakovo village, Perviy Severniy Drive,1, Russia	CTV 생산	1,122,495	상동	O
Samsung Russia Service Centre LLC	1997.11	Moscow,Varshavskoe shosse, building26 Russia	서비스	41,567	상동	X
Samsung Electronics West Africa	2010.03	Mulliner Tower, Alfred Rewane Road, Ikoyi, Lagos, Nigeria	마케팅	61,414	상동	O
Samsung Electronics East Africa	2011.12	27577 00506, Milford Suites, 4th Floor, Pa Nairobi Kenya	마케팅	26,006	상동	X
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	1995.05	R/A-5, Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE	전자제품 판매	1,071,694	상동	O
Samsung Electronics Egypt S.A.E	2012.07	62815 Piece No. 98,Engineering Sector, Kom Abu Radi Industrial Zone,AIWastaCity, BeniSuef, Egypt	전자제품 생산 및 판매	251,866	상동	O
Samsung Electronics Israel Ltd.	2012.09	60972 1st Fl, Holland Building Europark Yakum Israel	마케팅	3,150	상동	X
Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	2012.09	1053 2eme etage Immeuble Adonis, rue du Lac D'annecy Les Berges du Lac 1053 Tunis, Tunisia	마케팅	1,667	상동	X
Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd.	2012.11	No.4 1st Fl. Park Lane Tower 172 Turfail Road Lahore Cantt, Lahore Pakistan	마케팅	1,814	상동	X
Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd.	1994.06	Medscheme Office Park, Phase 110 Muswell Road South Bryanston, Johannesburg South Africa	전자제품 판매	787,562	상동	O
Samsung Electronics Turkey	1984.12	Flatofis Is Merkezi Otakcilar Caddesi No.78 Kat 3 No.B3 Eyup, Istanbul, Turkey	전자제품 판매	674,173	상동	O
Samsung Semiconductor Israel R&D Center,Ltd	2007.10	10 Oholiav Street,Ramat Gan 52522, Israel	R&D	22,940	상동	X
Samsung Electronics Levant Co.,Ltd.	2009.07	Building Nr.5, King Hussein Business Park, King Abdullah II St. P.O Box 962372, Amman 11196 , Jordan	전자제품 판매	403,713	상동	O
Samsung Electronics Morocco SARLAU	2009.11	Lot N° 9 Mandarouna 300 Route Sidi Maarouf 20190 Ain Chock Hay Hassani Casablanca Morocco	전자제품 판매	88,406	상동	O
Samsung Japan Corporation	1975.12	ROPPONGI T-CUBE 3-1-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-8532, Japan	전자제품 판매	1,174,832	상동	O
Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd.	1992.08	2-7,Sugasawa-cho,Tsurumi- ku,Yokohama,230-0027,Japan	R&D	181,723	상동	O
Samsung Electronics Japan Co., Ltd.	2008.09	ROPPONGI T-CUBE 3-1-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-8532, Japan	전자제품 판매	712,050	상동	O
Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	1995.03	Tuanku Jaafar Industrial Park, 71450 Seremban. Negeri Sembilan, Malaysia	전자제품 생산 및 판매	814,820	상동	O

Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd.	1989.09	North Klang Straits, Area 21 Industrial Park 42000 Port Klang Selangor, Malaysia	가전제품 생산	277,354	상동	O
Samsung Vina Electronics Co., Ltd.	1995.01	938 1A Highway, Linh Trung ward, Thu Duc Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam	전자제품 생산 및 판매	175,780	상동	O
Samsung Asia Private Ltd.	2006.07	3 Church Street #26-01 Samsung Hub, Singapore	전자제품 판매	2,425,585	상동	O
Samsung India Electronics Private Ltd.	1995.08	Copia Corporate Suites, Plot no 9, Jasola District Center, New Delhi, India	전자제품 생산 및 판매	1,924,832	상동	O
Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited	2005.05	Bagmane Tech. Park Bangalore India	R&D	147,900	상동	O
Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.	1987.11	Quad Samsung, 8 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127 Australia	전자제품 판매	578,624	상동	O
PT Samsung Electronics Indonesia	1991.08	Cikarang Industrial Estate,JL. Jababeka Raya Blok F29-33,Cikarang, Bekasi, West Java, Indonesia	전자제품 생산 및 판매	647,199	상동	O
PT Samsung Telecommunications Indonesia	2003.03	Prudential Tower 23rd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 79 Jakarta 129-10 Indonesia	통신 시스템 판매 및 서비 스	15,944	상동	X
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	1988.10	313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd. Sriracha Industry Park T.Bung A.Sriracha Chonburi Thailand	전자제품 생산 및 판매	1,476,296	상동	O
Samsung Electronics Philippines Corporation	1996.03	8th Floor HanjinPhil Building 1128 University Parkway, North Bonifacio, Global City Taguig 1634 Philippines	전자제품 판매	127,203	상동	O
Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd.	2003.05	Suite E-09-01, Level 9, East Wing, The ICON ,No.1 Jalan 1/68F, Jalan Tun Razak , 55000 Kuala Lumpur, Malaysia	전자제품 판매	814,104	상동	O
Samsung R&D Institute BanglaDesh	2010.08	Bangladesh, Dhaka, Gulshan Avenue, Gualshan-1, Bangladesh	R&D	6,662	상동	X
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.	2008.03	YenTrung Commune, Yenphong Dist., Bacninh Province, Vietnam	전자제품 생산	5,625,759	상동	O
Samsung Telecommunications Malaysia Sdn. Bhd.	2009.08	Block 3B, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, Kuala Lumpur, Malaysia	통신 시스템 서비스	11,593	상동	X
Samsung Display Dongguan Co., Ltd.	2001.11	High Technology Industrial Zone, Houjie, Dongguan, Guangdong, China	DP 생산	1,015,838	상동	O
Samsung Display Tianjin Co., Ltd.	2004.06	NO.25,Mip Fourth Road,Xi qing District,Tianjin, China	DP 생산	650,311	상동	O
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	1988.09	33/f., Central Plaza, 18 Harbour Road, Hong Kong	전자제품 판매	1,188,620	상동	O
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	1995.04	No.501,SuHong East Road, Suzhou Industry Park, China	가전제품 생산	645,699	상동	O

Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd.	1995.04	No.501,SuHong East Road, Suzhou Industry Park, China	가전제품 생산	352,780	상동	O
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	1996.03	Beijing, China No.118, Jian Guo Lu, Chao Yang District 2208-13/ China Merchants Tower	전자제품 판매	8,406,438	상동	O
Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou	2010.01	A3 Building,No.185 Kexue Avenue,Science City, Luogang District,Guangzhou,China	R&D	38,323	상동	X
Samsung Tianjin Mobile Development Center	2010.08	No.14 weiliu Rd.Micro-Electronic Industrial Park Xiqing Dist.Tianjin, China	R&D	28,245	상동	X
Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd.	1994.12	Suzhou Industrial Park Suzhou No.15, JinJiHu Road, China	반도체 임가공	660,374	상동	O
Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing Co., Ltd.	1993.03	Samsung Road Hi-Tech IDZ,WeiHai,China	프린터 생산	761,018	상동	O
Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.	1992.12	256,6th Road ,Zhongkai Chenjiang Town Huizhou 516029 Guangdong China	전자제품 생산	4,599,200	상동	O
Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	1993.04	#12, no 4 Big Street, Dong Ting Road Teda,Tianjin, China	CTV/모니터 생산	907,752	상동	O
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	1994.11	10F,No.399, Rui Guang Rd., Nei Hu Dist, Taipei, Taiwan, R.O.C	전자제품 판매	1,390,404	상동	O
Beijing Samsung Telecom R&D Center	2000.09	china beijing Chaoyang District, xiaguangli, No. 9, Zhongdian fazhan Building,12/F	R&D	44,780	상동	X
Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.	2001.03	No.9 WeiWu Rd.Micro Electronic Industrial Park Xiqing Dist,Tianjin,China	통신제품 생산	2,939,027	상동	O
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.	2001.10	P.R.C. Shenzhen, 46F,New World Center,6009 Yitian Road,Futian District, China	반도체/DP 판매	1,310,109	상동	O
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	2002.09	NO.198,Fangzhou Road,Suzhou Industrial park, Jiangsu province, China	전자제품 생산	846,670	상동	O
Samsung Display Suzhou Co., Ltd.	2002.09	NO.318 Fang Zhou Road,Suzhou Industrial Park, Suzhou,china	DP 임가공	554,424	상동	O
Samsung Suzhou LCD Co., Ltd.	2011.07	NO.337 Fengli Street,IP,Suzhou, China	DP 생산	1,463,589	상동	O
Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication Co., Ltd.	2002.02	Samsung Kejian Plant,No.2 songping St.,North Area of Hi-tech Park,Nanshan,Shenzhen,PRC., China	통신제품 생산	88,698	상동	O
Samsung Electronics Shanghai Telecommunication Co., Ltd.	2001.11	2F,Bld.2,No.180 Zhangheng Road,Pudong,Shanghai,China	통신 및 네트워크 제품 판매	1,411	상동	X
Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd	2003.04	No.15, JinjiHu Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	R&D	18,982	상동	X

Samsung Electronics China R&D Center	2004.05	8/F, Huijie Plaza, 268 Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu Province, China	R&D	25,429	상동	X
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.	2012.09	A12F, City Gate, 1 Jinye Rd., Xi'an, China	반도체 생산	3,752,682	상동	O
Samsung Electronics Hainan Fiberoptics Co., Ltd.	2004.04	C02-C06 Haikou Free Trade Zone Nanhai Avenue 168, HaiKou City, Hainan Province, China	광섬유/케이블 생산	111,367	상동	O
Samsung Electronics (Beijing) Service Company Limited	2005.01	2/F,B-Building,No.2,LiZeZhongYuan 2 Road, ChaoYang District,Beijing,China	서비스	140,868	상동	O
Tianjin Samsung LED Co., Ltd.	2009.05	300385 China Tianjin No 1. Weisan Rd., Miero-Electronic Industrial Park., Xiqing Dist.	LED 생산	457,896	상동	O
Tianjin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd.	1994.02	No.9 zhangheng Street. Micro-Electronic Industrial Park Jingang Road Tianjin China	카메라/캠코더 생산	241,957	상동	O
월드사이버게임즈(주)	2000.07	서울특별시 서초구 서초대로 118 (방배동, 양지빌딩2)	게임대회운영	2,234	상동	X
삼성디스플레이(주)	2012.04	경기도 용인시 기흥구 삼성2로 95	DP 제조 및 판매	35,754.89 4	상동	O
에스유머티리얼스(주)	2011.08	충청남도 아산시 탕정면 탕정로 380-2	DP 부품 생산	21,711	상동	X
스테코(주)	1995.06	충청남도 천안시 서북구 3공단1로 20	반도체 부품 생산	91,556	상동	O
세메스(주)	1993.01	충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 77 (모시리, 세메스)	반도체/FPD 제조장비	669,232	상동	O
삼성전자서비스(주)	1998.10	경기도 수원시 영통구 삼성로 290 (원천동)	전자제품 수리 서비스	335,588	상동	O
삼성전자판매(주)	1996.07	경기도 성남시 분당구 황새울로 340	전자제품 판매	564,361	상동	O
삼성전자로지텍(주)	1998.04	경기도 수원시 영통구 삼성로 129	종합물류대행	140,733	상동	O
삼성전자축구단(주)	2008.12	경기도 수원시 팔달구 월드컵로 310 (우만동, 수원월드컵경기장 4층)	경기단체 및 경기후원업	4,115	상동	X
SVIC 6호 신기술투자조합	2005.07	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	37,284	상동	X
SVIC 14호 신기술투자조합	2009.05	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	55,465	상동	O
SVIC 20호 신기술투자조합	2011.03	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	30,532	상동	X
SVIC 21호 신기술투자조합	2011.11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	61,384	상동	O
SVIC 22호 신기술투자조합	2011.11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	93,554	상동	O
SVIC 23호 신기술투자조합	2012.10	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	10,746	상동	X
하이 파이오니어 사모 특별자산 투자신탁 1호	2011.08	서울특별시 영등포구 여의나루로 61	신기술사업자, 벤처기업 투자	19,189	상동	X
삼성메디슨(주)	1985.07	서울특별시 강남구 테헤란로108길 42 삼성메디슨빌딩 (대치동)	의료기기	309,321	상동	O
(주)레이	2004.10	경기도 화성시 삼성1로 332-7	Dental CT	5,950	상동	X
SonoAce Deutschland GmbH	2001.10	Elbestrasse 10, 45768 Marl, Germany	의료기기	322	상동	X

Samsung Medison Europe B.V.	2005.11	Parellaan 10, 2132WS Hoofddorp The Netherlands	의료기기	602	상동	X
Samsung Medison Shanghai Medical Instrument Co., Ltd.	1992.11	No.7, Lane 720, Cailun Road, Zhangjiang Hi-tech area, Pudong, Shanghai, China	의료기기	10,692	상동	X
Medison Medical Equipment Shanghai Co., Ltd.	2005.03	No.7, Lane 720, Cailun Road, Zhangjiang Hi-tech area, Pudong, Shanghai, China	의료기기	757	상동	X
Samsung Medison India Private Ltd.	2009.01	H-79, Basement, Kalkaji, New dehli, India 110019	의료기기	96	상동	X
NexusDX, Inc.	2009.07	6759 Mesa Ridge Road Suite 100 San Diego, CA 92121	의료기기	15,214	상동	X
Nanogen Recognomics GmbH	2001.07	Bruningstr. 50 DE-65929 Frankfurt AM Main Hessen, Germany	의료기기	-	상동	X
NeuroLogica Corp.	2004.02	14 Electronics Ave. Danvers, MA 01923 USA	의료기기	187,297	상동	O
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd.	2013.03	Yen Binh 1, Industrial Park, Pho Yen district, Thai Nguyen Province, Vietnam	통신제품 생산	590,033	상동	O
Samsung Network R&D Center China-Shenzhen	2013.03	12th Floor, EVOC Technology Building, No. 31 Gaoxin Central Avenue 4th, Nanshan District, Shenzhen 518057, China	R&D	5,738	상동	X
Samsung Electronics Switzerland GmbH	2013.05	CH-8055 Binzallee 4, Samsung Electronics Zurich ZH, Switzerland	전자제품 판매	115,759	상동	O
Samsung R&D Institute China-Xian	2013.07	A 9F Jiayu Building, 58 Jinye 1st Rd. Xi'an, China	R&D	8,179	상동	X
SEMES (XIAN) Co., Ltd.	2013.07	#1301 - #1302, Unit 6, Building No.1, Yicuiyuan 3rd town(North), Jinye 2nd Road Gaoxin District, Xi'an City, Shanxi Province, China	반도체 장비	242	상동	X
Samsung Electronics New Zealand Limited	2013.09	24 The Warehouse Way, Northcote, Auckland, 0627, NZ	전자제품 판매	3,163	상동	X
RT SV CO-INVEST, LP	2014.02	260 East Brown Street, Suite 380 Birmingham, MI 48009, USA	벤처기업 투자	-	상동	X

※ 주요종속 기업여부 판단기준 : 직전사업연도말 자산총액 500억원 이상

※ 주요사업에 대한 상세 내역은 II.사업의 내용을 참조하십시오.

아. 신용평가에 관한 사항

당사는 무디스(Moody's) 및 S&P로부터 신용등급 평가를 받고 있습니다. 2014년 1분기말 현재 무디스(Moody's)의 당사 평가등급은 A1, 투자전망은 긍정적(Positive)이고, S&P의 당사 평가등급은 A+, 투자전망은 안정적(Stable)입니다.

한편, S&P는 2013년 당사의 신용등급을 A+ 로 한 단계 상향 조정한 바 있으며, 2014년 당기 중 신용등급의 변동은 없습니다.

평가일	평가대상 유가증권	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사 (신용평가 등급범위)	비고
'12.08	회사채	A	S&P (미국) (AAA ~ D)	정기평가
'12.08	회사채	A1	Moody's (미국) (Aaa ~ C)	정기평가
'13.08	회사채	A+	S&P (미국) (AAA ~ D)	정기평가
'13.12	회사채	A1	Moody's (미국) (Aaa ~ C)	정기평가

2. 회사의 연혁

- 2010.01.01 삼성테크윈(주)에 감시장비(VSS) 사업 양도
- 2010.04.01 삼성디지털이미징 주식회사 흡수합병
- 2011.01.01 삼성광주전자 주식회사 흡수합병
- 2011.02.16 프로소닉(100%) 및 메디슨(43.5%) 지분 인수
- 2011.04.19 Seagate사와 HDD 사업 양도 등 포괄적 제휴 계약 체결
- 2011.04.29 메디슨(22.3%) 지분 추가 인수
- 2011.07.01 삼성SDI(주)에 태양전지사업 양도
- 2011.07.22 종속기업인 SISA(Samsung Information System America)의 Grandis사(100%) 지분 인수
- 2012.01.19 에스엘시디 주식회사에 대한 Sony(50.0%) 지분 인수
- 2012.04.01 LCD사업부문 분할(삼성디스플레이 주식회사 설립)
- 2012.04.01 삼성엘이디 주식회사 흡수합병
- 2012.04.10 종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 10억불 규모 회사채 발행
- 2012.07.01 종속기업인 삼성디스플레이의 삼성모바일디스플레이 및 에스엘시디 흡수합병
- 2012.09.01 종속기업인 삼성메디슨의 프로소닉 흡수합병
- 2012.12.01 에쓰이에이치에프코리아 주식회사 흡수합병
- 2013.01.01 종속기업인 세메스의 세크론 및 지이에스 흡수합병
- 2013.01.28 종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 NeuroLogica사(100%) 지분 인수
- 2014.01.15 종속기업인 삼성디스플레이의 삼성코닝정밀소재 주식 매각 및 Corning Incorporated사 전환우선주 취득

(중속기업의 변동)

구분	미주	유럽/ 중아/ CIS	아시아	중국	국내	합계	증가	감소
제41기 (2009년말)	17	39	20	25	15	116개사	-	-
제42기 (2010년말)	19	44	21	27	17	128개사	[미주 : 2개사] Samsung Electronics Peru S.A.C., Samsung Electronics Venezuela, C.A. [유럽/중아/CIS : 5개사] Samsung Electronics West Africa, Samsung Electronics Greece S.A., Samsung LCD Netherlands R&D Center B.V, Samsung LCD Netherlands R&D Center(UK) Limited, Samsung Opto-Electronics GmbH [아시아 : 1개사] Samsung Electronics Bangladeshi Research Center [중국 : 4개사] Samsung Guangzhou Mobile R&D Center, Samsung Tianjin Mobile Development Center, Tianjin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd., Samsung LCD Netherlands R&D Center(HK) Limited [국내 : 2개사] (주)레이, (주)지이에스	[중국 : 2개사] Tianjin Tongguang Samsung Electronics, Tianjin Samsung Electronics Display

제43기 (2011년말)	26	51	25	30	24	156개사 [미주 : 7개사] Samsung Medison Brasil Ltda., Samsung Medison America Inc., Grandis, Inc., Nexus DX Inc., HX Diagnostics, Inc., HX Reagents, Inc., Deltapoint Cardiac Diagnostics, Inc. [유럽/중아/CIS : 7개사] SONOACE Deutschland GmbH, Samsung Medison France S.A.S., Samsung Medison Italia S.r.l., Samsung Medison Europe B.V., Samsung Moscow Research Centre, Samsung Electronics East Africa, Nanogen Recognomics GmbH [아시아 : 4개사] Samsung Medison Japan Co., Ltd., Samsung Medison India Private Ltd., Medison Medical Systems India Private Ltd., TNP Small/Medium Size & Venture Enterprises Growth-Promotion Investment Limited Partnership(TSUNAMI) [중국 : 4개사] Samsung Medison Shanghai Medical Instrument Co., Ltd., Medison (Shanghai) Co., Ltd., Medison Medical Equipment Shanghai, Samsung Suzhou LCD Co., Ltd. [국내 : 10개사] (주)프로소닉, SVIC 20호 신기술투자조합, 삼성메디슨(주), 메디슨헬스케어, 씨에스엘, 메디슨엑스레이, 에스유머티리얼스(주), 하이파이오니아 사모 특별자산 투자신탁 1호, SVIC 21호 신기술투자조합, SVIC 22호 신기술투자조합	[중국 : 1개사] Samsung Electronics Shenzhen Co., Ltd. [국내 : 3개사] 삼성광주전자(주), 메디슨엑스레이, 씨에스엘
------------------	----	----	----	----	----	--	---

제44기 (2012년말)	30	61	23	32	20	166개사 [국내 : 2개사] 삼성디스플레이(주), SVIC 23호 신기술투자조합 [미주 : 8개사] Samsung LED AMERICA, Inc., mSpot Inc., Nanoradio Inc., Samsung Electronics Panama, S.A., Samsung Electroncis Corportativo SA de CV, Samsung Electronics Digital Appliance Mexico SA de CV, Nvelo, Inc., Newton Sub. Corp. [유럽/중아/CIS : 11개사] Samsung LED Europe GmbH, Samsung Nanoradio Design Center, Nanoradio Hellas AE, General RF Modules AB, Samsung Cambridge Solution Centre Limited, Samsung Denmark Research Center ApS, Samsung Electronics Egypt S.A.E, Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L, Samsung Electronics Israel, Samsung France Research Center SARL, Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. [중국 : 2개사] Tianjin Samsung LED Co., Ltd., Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.	[국내 : 6개사] 메디슨헬스케어, 삼성모바일디스플레이(주), 에스엘시디(주), SVIC 7호 신기술투자조합, 프로소닉(주), 에쓰이에이치에프코리아(주) [미주 : 4개사] Samsung LED AMERICA, Inc., HX Diagnostics, Inc., HX Reagents, Inc., Nanoradio Inc. [유럽/중아/CIS : 1개사] Samsung LED Europe GmbH, [아시아 : 2개사] Samsung Asia Private Ltd., Samsung Medison Japan Co., Ltd.
------------------	----	----	----	----	----	---	---

제45기 (2013년말)	25	55	22	33	18	153개사	<p>[국내 : 2개사] 세크론(주), (주)지이에스</p> <p>[미주 : 7개사] Newton Sub. Corp., mSpot, Inc., Deltapoint Cardiac Diagnostics, Inc., Samsung Medison America, Inc., Intellectual Keystone Technology LLC., Samsung Medison Brasil Ltda., Samsung Electronics Corporativo, SA de CV</p> <p>[유럽/중아/CIS : 7개사] Samsung Telecoms (UK) Ltd., Samsung LCD Netherlands R&D Center B.V., Samsung LCD Netherlands R&D Center (UK)Limited, General RF Modules AB, Samsung Medison France S.A.S., Samsung Opto-Electronics GmbH, Samsung Medison Italia S.r.l.</p> <p>[아시아 : 2개사] Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd., Samsung Electronics New Zealand Limited</p> <p>[중국 : 3개사] Samsung Network R&D Center China-Shenzhen, Samsung R&D Institute China-Xian, SEMES (XIAN) Co., Ltd.</p>	<p>[미주 : 2개사] NeuroLogica Corp., Intellectual Keystone Technology LLC.</p> <p>[유럽/중아/CIS : 1개사] Samsung Electronics Switzerland GmbH</p> <p>[아시아 : 2개사] Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd., Samsung Electronics New Zealand Limited</p> <p>[중국 : 3개사] Samsung Network R&D Center China-Shenzhen, Samsung R&D Institute China-Xian, SEMES (XIAN) Co., Ltd.</p>
제46기 1분기 (2014년 3월말)	26	55	21	33	18	153개사	<p>[미주 : 1개사] RT SV CO-INVEST, LP</p>	<p>[아시아 : 1개사] Medison Medical Systems India Private Ltd.</p>

(경영진의 중요한 변동)

당사는 2010년 1월 29일 이사회 의결에 의거하여 최지성 이사가 대표이사로 신규 선임되고, 2010년 2월 22일 이상훈 사내이사가 사임하였으며, 2010년 3월 19일 주주총회를 통해 사외이사 1인(이인호)이 신규 선임되고 사외이사 2인(이갑현, 요란맘)이 임기만료되었습니다.

2010년 12월 14일 이운우 대표이사가 대표이사직을 사임하여 대표이사가 1인(최지성)으로 변경 되었습니다.

2012년 3월 16일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 3인(최지성, 이운우, 윤주화)중 이운우 사내이사는 퇴임하고, 최지성, 윤주화 사내이사가 재선임되었으며, 권오현 사내이사가 신규 선임되었습니다. 또한, 사외이사 임기만료자 3인(윤동민, 이재웅, 박오수)중 이재웅, 박오수 사외이사는 퇴임하고, 윤동민 사외이사가 재선임 되었으며, 김한중, 이병기 사외이사가 신규 선임되었습니다.

2012년 6월 8일 대표이사가 최지성 대표이사에서 권오현 대표이사로 변경되었습니다.

2013년 2월 7일 윤동민 사외이사가 퇴임하였으며
2013년 3월 14일 최지성, 윤주화 사내이사가 사임하였습니다.

2013년 3월 15일 주주총회를 통해 윤부근, 신종균, 이상훈 사내이사가 신규 선임되었으며, 사외이사 임기만료자인 이인호 사외이사가 재선임되고 송광수, 김은미 사외이사가 신규 선임되었습니다.

2013년 3월 15일 윤부근, 신종균 사내이사가 대표이사로 신규선임되어 대표이사가 3인(권오현, 윤부근, 신종균)으로 변경되었습니다.

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(권오현, 윤부근, 신종균, 이상훈), 사외이사 5인(이인호, 김한중, 송광수, 이병기, 김은미)으로 구성되어 있습니다.

(그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용)

당사는 2009년 12월 조직개편을 통해 2개 부문 체제(DMC, DS)에서 7개 독립사업부 체제로 재편되었고, 지역총괄은 아프리카총괄이 신설되어 기존 9개 지역총괄에서 10개 지역총괄로 확대되었습니다.

또한, 2010년 4월 삼성디지털이미징과의 합병으로 디지털이미징사업부가 추가되어, 기존 7개 사업부에서 8개 사업부로 변경되었으며, 2010년 12월 반도체 해외부문은 법인체제에서 지역총괄체제로 변경되었습니다.

2011년 7월 부품사업의 시너지를 강화하기 위하여 DS사업총괄을 신설하였고, 2011년 12월 조직개편을 통해 DMC부문을 신설함으로써 2개(DMC, DS) 부문 체제로 재편하였습니다.

2012년 4월 삼성엘이디 주식회사 흡수합병으로 LED사업부를 신설하였습니다.

2012년 5월 DS부문 산하 일본 지역총괄을 신설하였습니다.

2012년 12월 조직개편을 통해 CE사업부문과 IM사업부문을 각각 부문으로 승격하고, IT솔루션사업부를 프린팅솔루션과 컴퓨터로 분리하여 프린팅솔루션 사업부는 CE부문 소속으로 변경하였으며, 컴퓨터 사업은 IM부문의 무선사업부로 통합하였습니다. 또한 의료기기사업팀은 CE부문 소속의 사업부로 승격되었습니다.

또한, 2013년 12월 조직개편을 통해 디지털이미징사업부를 무선사업부 산하로 통합하여 이미징사업팀으로 재편하였습니다.

[2010년 4월]

	변경전	변경후
사업 조직	영상디스플레이, IT솔루션 생활가전, 무선, 네트워크	영상디스플레이, IT솔루션 생활가전, 디지털이미징 무선, 네트워크
	반도체, LCD	반도체, LCD
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카

[2010년 12월]

	변경전	변경후
사업 조직	영상디스플레이, IT솔루션, 생활가전, 디지털이미징, 무선, 네트워크	영상디스플레이, IT솔루션, 생활가전, 디지털이미징, 무선, 네트워크
	반도체, LCD	반도체, LCD
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
		미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS)

[2011년 7월]

	변경전	변경후
사업 조직	영상디스플레이, IT솔루션, 생활가전, 디지털이미징, 무선, 네트워크	영상디스플레이, IT솔루션, 생활가전, 디지털이미징, 무선, 네트워크
	반도체, LCD	DS사업총괄 (메모리, SYS.LSI, LCD)
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS)

[2011년 12월]

	변경전	변경후
사업 조직	영상디스플레이, IT솔루션, 생활가전, 디지털이미징, 무선, 네트워크	DMC부문 (CE담당 : 영상디스플레이, 생활가전) (IM담당 : 무선, IT솔루션, 네트워크, 디지털이미징)
	DS사업총괄 (메모리, SYS.LSI, LCD)	DS부문 (메모리, SYS.LSI, LCD)
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS)

[2012년 4월]

	변경전	변경후
사업 조직	DMC부문 (CE담당 : 영상디스플레이, 생활가전) (IM담당 : 무선, IT솔루션, 네트워크, 디지털이미징)	DMC부문 (CE담당 : 영상디스플레이, 생활가전) (IM담당 : 무선, IT솔루션, 네트워크, 디지털이미징)
	DS부문 (메모리, SYS.LSI, LCD)	DS부문 (메모리, SYS.LSI, LCD, LED)
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS)

[2012년 5월]

	변경전	변경후
사업 조직	DMC부문 (CE담당 : 영상디스플레이, 생활가전) (IM담당 : 무선, IT솔루션, 네트워크, 디지털이미징)	DMC부문 (CE담당 : 영상디스플레이, 생활가전) (IM담당 : 무선, IT솔루션, 네트워크, 디지털이미징)
	DS부문 (메모리, SYS.LSI, LCD, LED)	DS부문 (메모리, SYS.LSI, LCD, LED)
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS) 일본(DS)

[2012년 12월]

	변경전	변경후
사업 조직	DMC부문 (CE담당 : 영상디스플레이, 생활가전) (IM담당 : 무선, IT솔루션, 네트워크, 디지털이미징)	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 프린팅솔루션, 의료기기)
		IM부문 (무선, 네트워크, 디지털이미징)
	DS부문 (메모리, SYS.LSI, LCD, LED)	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP, LED)
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS) 일본(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS) 일본(DS)

[2013년 12월]

	변경전	변경후
사업 조직	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 프린팅솔루션, 의료기기)	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 프린팅솔루션, 의료기기)
	IM부문 (무선, 네트워크, 디지털이미징)	IM부문 (무선, 네트워크)
	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP, LED)	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP, LED)
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS) 일본(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS) 일본(DS)

3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		주식의 종 류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 500,000,000주(1주의 금액:5,000원)이며 2014년 1분기말 현재 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하 보통주) 및 무의결권 기명식 우선주식(이하 우선주)의 수는 각각 147,299,337주와 22,833,427주입니다. (소각주식수 제외) 당사는 현재까지 3차에 걸쳐 보통주식 8,310,000주와 우선주식 1,060,000주를 이사회결의에 의거 이익으로 소각한바 있습니다. 2014년 1분기말 현재 유통주식수는 당사가 보유하고 있는 자기주식 보통주 16,360,561주, 우선주 2,979,693주를 제외한 보통주 130,938,776주, 우선주 19,853,734주입니다.

(기준일 : 2014년 3월 31일)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류			비고
	보통주	우선주	합계	
I. 발행할 주식의 총수	400,000,000	100,000,000	500,000,000	-
II. 현재까지 발행한 주식의 총수	155,609,337	23,893,427	179,502,764	-
III. 현재까지 감소한 주식의 총수	8,310,000	1,060,000	9,370,000	-
1. 감자	-	-	-	-
2. 이익소각	8,310,000	1,060,000	9,370,000	자사주소각
3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
4. 기타	-	-	-	-
IV. 발행주식의 총수 (II-III)	147,299,337	22,833,427	170,132,764	-
V. 자기주식수	16,360,561	2,979,693	19,340,254	-
VI. 유통주식수 (IV-V)	130,938,776	19,853,734	150,792,510	-

※ 상기 주식의 종류에서 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다.

이하 본 보고서에서 언급하는 보통주, 우선주에 대해 동일합니다.

나. 자기주식

당사는 2014년 1분기중 前·現 임직원의 스톡옵션 행사로 보통주 23,655주를 교부하였습니다.

2014년 1분기말 현재 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 16,360,561주, 우선주 2,979,693주입니다.

(기준일 : 2014년 3월 31일)

(단위 : 주)

취득방법		주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고	
				취득(+)	처분(-)	소각(-)			
배당 가능 이익 범위 이내 취득	직접 취득	장내	보통주	16,384,216	-	23,655	-	16,360,561	-
		직접 취득	우선주	2,979,693	-	-	-	2,979,693	-
		장외	보통주	-	-	-	-	-	-
		직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-
		공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-
		공개매수	우선주	-	-	-	-	-	-
	소계(a)	보통주	16,384,216	-	23,655	-	16,360,561	-	
		우선주	2,979,693	-	-	-	2,979,693	-	
	신탁 계약에 의한 취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)		보통주	-	-	-	-	-	-	
		우선주	-	-	-	-	-	-	
총 계(a+b+c)		보통주	16,384,216	-	23,655	-	16,360,561	-	
		우선주	2,979,693	-	-	-	2,979,693	-	

다. 다양한 종류의 주식

당사는 기명식 보통주의 비누적적 무의결권 기명식 우선주식이 있습니다.

동 우선주식은 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%의 금전배당을 더 받을 수 있도록 하고 있으며, 2014년 1분기말 현재 발행주식수는 22,833,427주입니다

5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주는 147,299,337주이며 정관상 발행할 주식 총수(5억주)의 29.5%에 해당됩니다. 보통주 외에 22,833,427주의 우선주를 발행하였습니다. 이 중 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 16,360,561주 및 발행된 우선주는 의결권이 없으며, 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식(12,506,577주)을 제외할 경우, 의결권 행사 가능 주식수는 118,432,199주입니다.

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	147,299,337	-
	우선주	22,833,427	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	16,360,561	상법상 자기주식
	-	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	우선주	22,833,427	우선주인 자기주식 2,979,693주 포함
	-	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	12,479,184	독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 제한 [삼성생명 10,622,814주 삼성화재 1,856,370주]
	보통주	27,393	보험업법에 의한 제한 [삼성생명 특별계정 일부]
의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-
	-	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	118,432,199	-
	우선주	-	-

※ "기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한"된 주식 中, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 제한 주식수 12,479,184주(삼성생명 고유계정 10,622,814주, 삼성화재 1,856,370주) 중 일부는 임원의 선임 또는 해임 및 정관변경 등과 관련하여 의결권 행사 가능

6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당 및 자사주매입을 실시하고 있습니다. 현금배당 및 자사주의 매입 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제46기 1분기	제45기	제44기
주당액면가액 (원)		5,000	5,000	5,000
당기순이익 (백만원)		4,968,366	17,929,520	17,398,530
주당순이익 (원)		32,951	118,946	115,576
현금배당금총액 (백만원)		-	2,156,969	1,206,562
주식배당금총액 (백만원)		-	-	-
현금배당성향 (%)		-	12.0	6.9
현금배당수익률 (%)	보통주	-	1.0	0.5
	우선주	-	1.4	1.0
주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금 (원)	보통주	-	14,300	8,000
	우선주	-	14,350	8,050
주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.

※ 기본주당이익 산출근거는 제46기 1분기 검토보고서의 주석 22. 주당이익을 참조하십시오.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부문별 현황

당사는 본사를 거점으로 한국 및 CE, IM 부문 산하 해외 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산·판매법인 등 153개의 동종업종을 영위하는 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

사업군별로 보면 CTV를 비롯하여 모니터, 프린터, 에어컨, 냉장고 등을 생산/판매하는 CE 부문과 스마트폰 등 HHP, 네트워크 시스템, 컴퓨터 등을 생산/판매하는 IM 부문 및 DRAM, 모바일AP 등의 제품을 생산/판매하고 있는 반도체 사업과 TV, 모니터, 노트북 PC, 모바일용 등의 TFT-LCD 및 OLED 디스플레이 패널을 생산/판매하고 있는 DP 사업 등의 DS 부문으로 구성되어 있습니다.

[부문별 주요 제품]

부문		주요 제품
CE 부문		CTV, 모니터, 프린터, 에어컨, 냉장고, 세탁기, 의료기기 등
IM 부문		HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터, 디지털카메라 등
DS 부문	반도체 사업부문	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등
	DP 사업부문	TFT-LCD, OLED 등

지역별로 보면 국내에는 CE, IM 부문 및 반도체 사업을 총괄하는 본사와 18개의 종속기업이 사업을 운영하고 있습니다.

본사는 수원사업장(CE 부문 및 R&D 센터 등)과 구미사업장(IM 부문), 기흥사업장(반도체 사업), 화성사업장(반도체 사업), 광주사업장(생활가전 사업) 등으로 구성이 되어 있으며, 국내 종속기업은 디스플레이 패널을 생산하는 삼성디스플레이와 국내 대리점 판매를 전담하는 삼성전자판매, 제품의 애프터서비스를 담당하는 삼성전자서비스 및 제품의 운송을 담당하는 삼성전자로지텍 등 총 18개의 종속기업으로 구성되어 있습니다.

해외에는 미주, 유럽, 아시아, 아프리카 등지에서 생산, 판매, 연구활동을 담당하는 135개의 해외 종속기업이 운영되고 있습니다.

먼저, 북미 지역총괄이자 CTV 등 Set제품의 미국 판매를 담당하는 SEA(뉴저지, 미국)와 HHP 등 정보통신 제품의 미국내 판매를 담당하는 STA(달라스, 미국), CTV 생산을 담당하는 SAMEX(티후아나, 멕시코), 반도체 제조를 담당하는 SAS(오스틴, 미국)를 포함하여 미주지역은 총 26개의 생산, 판매 등을 담당하는 회사가 있습니다.

유럽은 지역총괄이자 영국내 Set제품 판매를 담당하는 SEUK(영국)와 SEF(프랑스), SEG(독일), SEI(이탈리아) 등의 판매법인이 있으며, 유럽내 CTV 생산을 담당하는 SESK(슬로바키아), SEH(헝가리) 및 냉장고 등 가전생산을 담당하는 SEPM(폴란드) 등의 생산법인 등을 포함하여 총 33개의 법인이 운영되고 있습니다.

아시아지역은 지역총괄인 SAPL(싱가폴)을 중심으로 SEAU(호주), SEPCO(필리핀), SME(말레이시아) 등 판매법인 및 HHP 생산법인 SEV(베트남), CTV 생산법인 SDMA(말레이시아), CTV·HHP 등 복합 생산법인 SIEL(인도) 등을 포함하여 총 21개의 법인이 운영되고 있습니다.

중국은 지역총괄이자 중국내 Set 제품 판매를 담당하는 SCIC(북경), SEHK(홍콩) 등의 판매법인과 Set 제품의 생산, 반도체 및 DP의 임가공 등 천진지역, 소주지역 등의 생산법인(TSTC, SSEC, SESS 등)을 포함하여 총 33개의 법인이 운영되고 있습니다.

기타지역으로는 아프리카, 중동, CIS지역에서 생산, 판매 등을 담당하는 22개 법인이 운영되고 있습니다.

[CE 부문]

(산업의 특성 등)

TV산업은 1926년 흑백 TV 개발, 1954년 RCA사가 Color TV(21") 양산/판매를 시작한 이래로 트리니트론 브라운관(1967년), 완전평면 브라운관 (1996년) 개발 등 기술적인 발전을 거듭해 왔으나, 주요 국가 보급률이 90%를 넘어서면서 브라운관 TV사업의 성장은 정체되었습니다. 그러나 하드웨어 측면에서의 Flat Panel TV(LCD, PDP) 출시, 소프트웨어 측면에서의 디지털 방송 확산(영/미 1998년~)을 통해 TV 시장은 또 다시 강력한 성장 모멘텀을 되찾았습니다.

FP-TV는 화질, 디자인 등 제품 성능의 향상과 급속한 Set가격 하락으로 인해 2004년~2013년 연평균 36%(2014.1분기 Display Search, 수량기준) 수준의 폭발적 성장을 지속하며 기존 CRT 시장을 대체하였습니다.

또한, 2010년 입체감을 느낄 수 있는 3D TV가 출시되었고 2011년부터 2012년에 걸쳐 인터넷 동영상 서비스(OTT, OVER-THE-TOP) 업체들의 부상과 스마트 기기에 대한 사용자들의 관심이 증대되어 본격적인 스마트 TV 시장이 태동하였습니다. 한편 2013년에는 화질 및 해상도가 혁신적으로 높아진 OLED 및 UHD TV가 출시되는 등 TV 시장은 끊임없이 진화하고 있습니다.

2014년 전체 TV 수요는 전년비 2.3% 상승한 2억 2,230만대로 예상되며, 제품별로는 LCD-TV(LED-TV 포함)가 전년비 4.7% 상승한 2억 1,751만대, PDP-TV는 전년비 47.6% 하락한 540만대 등입니다.

(출처 : 2014.1분기 Display Search)

(국내외 시장여건 등)

TV시장의 Mega Trend인 대형화/고화질화가 Device간, 업체간 경쟁 격화에 따라 더욱 빠른 속도로 진행되고 있으며, 이에 따라 제품력과 브랜드파워를 앞세운 Major 업체의 시장점유율이 점차 높아지는 추세입니다. FP-TV 시장은 선진시장 중심으로 성장해 왔으나, 향후 BRICS 등 성장시장에서의 수요 증가가 예상됩니다.

또한 최근 고화질 및 슬림 제품에 대한 소비자 Needs가 높아짐에 따라 친환경 소재인 LED BLU(Back Light Unit)를 적용하여 TV의 밝기와 명암비를 높이고 소비전력을 낮춘 LED TV 판매가 증가하고 있는 추세입니다.

한편 TV를 시청하면서 인터넷 정보를 얻으려는 사람들의 욕구가 증가할 것이라는 전망에 따라 스마트 TV 판매에도 주력한 결과, 2011년에는 스마트 Hub 기반의 다양한 App을 이용할 수 있는 스마트 TV를 출시하고 프리미엄 시리즈 판매 전략을 통해 스마트 TV 시장을 주도하였습니다. 2012년에는 소비자의 사용편의 혁신을 위해 음성/제스처 기반의 신개념 입력방식(Smart Interaction)을 도입하여 향후 TV 시장 트렌드를 리드하고 있으며 2013년에는 사용자의 사용이력을 기반으로 하여 방송 프로그램을 추천해주는 시스템을 도입하였습니다. 2014년에는 비디오 시청경험 극대화를 당사의 Smart TV 지향점으로 지정하고 사용성 혁신, 다양한 비디오 콘텐츠 확보, 플랫폼 강화를 추진할 계획입니다.

<CE 부문 주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2014년 1분기	2013년	2012년	비 고
-----	-----------	-------	-------	-----

CTV	22.8%	21.6%	21.1%	세계시장점유율(Display Search, 수량기준)
-----	-------	-------	-------	-------------------------------

※ 시장점유율은 객관성 제고를 위해 외부조사기관의 자료를 활용하였습니다.

※ 2014년 1분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.

(영업의 개황 등)

당사는 LCD, PDP 등 FP-TV, DLP TV, 직시형 등 다양한 포트폴리오로 시장 요구에 대응하고 있고, 2006년 이후 8년 연속으로 TV 전체, FP-TV, LCD-TV 세계 1위 등 Triple Crown을 지속 달성하였습니다. (출처 : 2014.1분기 Display Search)

특히 2009년에는 세계 최초로 LED TV(LED BLU, 초슬림/초경량화, 친환경)를 신규 category로 분리하여 출시하였고, 2010년 1분기에 세계 최초로 3D TV/BDP/안경/BD Title을 동시에 제공하는 3D Total Solution을 출시하여 압도적인 경쟁력 우위로 3D TV 시장을 선점하였습니다. 이에 함께 2010년에 세계 최초 TV용 App Store 'Samsung Apps'를 런칭한 이후 2011년에는 "Your Video", "Social TV", "Search All", "Web Browser" 등 다양한 서비스가 가능한 스마트 Hub를 출시하여 스마트 TV = SAMSUNG이라는 이미지를 확립하였습니다.

또한 2012년 당사는 TV 화면을 보면서 운동, 교육 등이 가능한 콘텐츠 개발을 통해 가족이 이용할 수 있는 서비스를 강화해나가고 다른 디지털 기기와의 연결을 쉽게 하는 "All Share" 기능 강화를 통해 스마트 TV 시장에서 경쟁력 우위를 유지하였습니다. 2013년에는 기존 대비 화질 및 해상도가 혁신적으로 높아진 OLED TV, UHD TV로 시장을 리드하였고, 2014년에도 UHD TV 등 성장 가능성이 높은 제품에 대한 시장선점 기초를 유지할 계획입니다.

[IM 부문]

(산업의 특성 등)

휴대폰은 가장 개인화된 전자기기의 하나로 2013년말 전세계 보급율이 71% 수준이었으며, 2014년에는 보급율 74%에 도달할 전망입니다.

(출처 : 2014.4월 Strategy Analytics)

휴대폰 산업은 1980년대 초 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 2세대 디지털 방식을 거쳐, 멀티미디어 데이터의 고속 전송이 가능한 WCDMA 등 3세대 이동통신이 보편화되었으며, 현재는 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 이동통신 기술이 탑재된 휴대폰의 시장보급이 확대되고 있습니다. 특히 4세대 이동통신 중 LTE 시장은 세계 각지로 확산되고 있고 데이터 전송속도가 보다 향상된 LTE-Advanced도 당사와 이동통신 사업자간 협력을 통해 2013년 6월 한국에서 상용화가 시작되었습니다. 최근 휴대폰 시장은 스마트폰과 태블릿 뿐만 아니라 갤럭시 노트 등 신개념 제품 중심으로 급격히 변화하고 있습니다. 이런 시장변화는 기존 Hardware 경쟁력뿐만 아니라 사용자에게 유용하고 다양한 정보를 편리하게 사용할 수 있도록 해주는 Application, UX 등 Software 경쟁력의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 이에 따라 Software-Hardware간 통합에 기초한 비즈니스 모델이 점차 확대되고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

2013년 전체 휴대폰 시장규모는 약 16.9억대 수준이었으며, 2014년에는 전년비 7% 성장한 약 18.1억대 수준으로 전망됩니다.

이 중 스마트폰은 2013년 9.9억대 수준에서 2014년에는 약 21% 성장하여 12억대 수준이 될 것으로 예상됩니다.

태블릿 시장 역시 2013년 2.3억대에서 2014년 2.9억대 수준으로 전년 대비 약 26%의 성장이 전망됩니다. (출처 : 2014.4월 Strategy Analytics)

<IM 부문 주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2014년 1분기	2013년	2012년	비 고
HHP	27.7%	27.2%	25.1%	세계시장점유율(Stratgy Analytics, 수량기준)

※ 시장점유율은 객관성 제고를 위해 외부조사기관의 자료를 활용하였습니다.

※ 2014년 1분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.

(영업의 개황 등)

2013년은 당사를 비롯한 주요업체들의 스마트폰·태블릿의 보급형 출시 확대 등 시장 경쟁이 심화되었습니다. 당사는 프리미엄 스마트폰부터 보급형까지 라인업을 다양화하고 LTE, Note 등 신규시장을 선도하며 시장 리더십을 강화하였습니다.

특히, 전략 제품인 갤럭시 S 및 갤럭시 Note 시리즈 등의 판매호조로 글로벌 업계 1위 위상을 더욱 공고히 하였습니다.

2014년에도 스마트폰과 태블릿 중심으로 Premium 시장 리더십을 더욱 확고히 하고 보급형 제품 등 다양한 라인업과 Flexible Display, 갤럭시 Gear, 갤럭시 Fit과 같은 신규 제품 카테고리로 고객의 다양한 요구에 적극 대응하는 한편, 미래 성장에 대비한 투자를 지속 하고 업계 최고의 R&D 역량을 바탕으로 절대적인 시장 지배력을 확대해 나갈 것입니다.

[DS 부문]

- 반도체 사업부문

(산업의 특성 등)

반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 암산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다. 메모리반도체는 크게 읽고(Read) 쓸 수(Write)있는 램(RAM)제품과 읽기만 할 수 있는 롬(ROM)제품으로 구분됩니다. 램(RAM)은 전원이 꺼지면 기억된 내용은 지워져 버리기 때문에 휘발성메모리(Volatile Memory)라고 하며 컴퓨터의 주기억장치, 응용프로그램의 일시적 로딩>Loading), 데이터의 일시적 저장 등에 사용됩니다.

System LSI 제품은 응용처 등에 따라 종류가 다양하며 가장 규모가 큰 것이 PC 및 Server 등의 중앙처리장치인 CPU(Central Processing Unit)이고 가전, 통신 및 네트워크, 게임 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 당사는 디지털TV, DVD기기, MP3 등의 Media용 제품과 카메라폰용 이미지 센서, 스마트폰용 Mobile CPU, 기타 주문형 반도체 등을 공급하고 있습니다.

반도체 시장은 세계 경기 변동에 민감하게 반응하며 호황과 불황을 주기적으로 반복하여 왔지만, 글로벌 경기 침체 및 공급과잉 시기에 경쟁력을 확보하지 못한 업체들의 구조조정으로 수급 불균형은 점차 줄어들고 있습니다. 또한 최근 스마트폰, 태블릿 PC 등 신규 모바일 시장 창출과 PC 및 서버 시장의 안정적인 성장으로 시장내 반도체 비중이 증대되어, 수급 변동성은 과거 대비 줄어들 것으로 전망하고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

2013년 메모리 업계는 수익 중심의 공급 정책을 추진하여 PC향 DRAM 가격이 상승하고 Mobile/Server향 제품 가격이 안정화 되는 등 시장이 공급자 중심으로 이동하였습니다. 전반적으로 Mobile 기기의 메모리 용량 증가가 시장 성장을 견인하였으며 Data Center 및 울트라북용 SSD 수요 증가도 큰 기여를 하였습니다.

2014년에는 스마트폰 성장 둔화 등 일부 제품의 수요 정체가 예상되는 바, 당사는 압도적인 기술력을 바탕으로 중국 등 이머징시장을 공략하여 거래처 다변화를 추진하고 수익성 위주의 제품 및 3bit NAND 확대를 통해 원가 경쟁력을 더욱 공고히 할 예정입니다.

<반도체 사업부문 주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2014년 1분기	2013년	2012년	비 고
DRAM	38.4%	36.2%	41.0%	세계시장 점유율(iSuppli, 금액기준)

※ 시장점유율은 객관성 제고를 위해 외부조사기관의 자료를 활용하였습니다.

※ 2014년 1분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.

(영업의 개황 등)

당사는 개발경쟁력 우위를 바탕으로 경쟁사 대비 빠른 선단공정 개발 및 양산을 통해 원가절감 극대화를 실현함으로써 시장을 선도하고 있습니다.

DRAM의 경우 20나노 제품의 생산 비중 증가와 수율 안정화로 시장을 주도하고 있으며, Mobile/Server 등의 고수익 제품 비중 확대에 따라 경쟁사 대비 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. NAND는 세계 최초 vertical-NAND 개발에 성공하였으며, 고성능의 솔루션 제품(SSD, eMMC 등) 및 3bit 제품 개발을 통해 경쟁사와의 격차를 더욱 확대 중에 있습니다.

향후에도 당사는 지속적으로 추진해온 선형 공정 개발을 통한 기술적 우위 및 압도적 원가 절감을 바탕으로 메모리 1위 업계로서의 절대 위상을 이어 나가겠으며, 경쟁사 대비 지속적인 선형 개발을 통한 원가 경쟁력 제고와 차별화 제품 확대로 절대적 시장 지배력을 지속 확대시켜 나갈 것입니다.

- DP 사업부문

(산업의 특성 등)

디스플레이는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, TFT-LCD (Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)와 OLED (Organic Light Emitting Diode)가 이에 해당합니다.

TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로서, 전기 소비량이 적으며 가볍고 얇으면서도 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 MP3, 휴대폰과 같은 제품에서부터 높은 해상도와 밝기를 요구하는 대형 TV까지 응용처가 매우 다양합니다. 대형 TFT-LCD 산업은 노트북을 시작으로 모니터, TV 순서로 시장이 급속히 성장하여 왔습니다. 하지만 모니터용 제품은 CRT를 대부분 대체하였고, LCD TV 보급률도 높아짐에 따라 최근에는 성장률이 둔화되는 추세를 보이고 있습니다.

OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면 표시장치로, 명암비와 색일치율이 높고 색재현 범위가 넓으며 응답속도가 빠르다는 장점을 가지고 있습니다. 이러한 장점은 멀티미디어 콘텐츠, 인터넷 사용 등 디스플레이의 성능이 중시되는 스마트폰 시장에서 차별화 요소로 작용하여 10인치 이하 중소형 디스플레이 시장에서 OLED의 채용이 급속히 늘어나고 있습니다. 더불어 최근에는 High-end TV 시장에도 점진적으로 진입하고 있습니다.

TFT-LCD와 OLED 사업은 기술 및 자본 집약적 특성과 규모의 경제를 통한 대규모 생산이 필요한 바, 진입장벽이 매우 높게 형성되어 있습니다. 이러한 장치산업은 일반적으로 경기변동에 민감한 산업으로, 제품수요는 지속적으로 증가하더라도 생산업체간 경쟁적 설비 투자로 수요 공급 불균형이 주기적으로 반복되는 경향이 있으며 수요증가분에 대한 선점을 위해 업체간 유사한 시기에 생산설비 투자가 집중되어 생산능력이 급격히 증가될 수 있습니다. 이처럼 생산능력이 급격히 증가하는 시기에는 패널 판매가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 판매가격의 상승이 이루어질 수 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

2014년 대형 패널 시장 수요는 월드컵 효과 및 UHD TV 시장 성장 등으로 견조하게 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 40" 이상 대형 TV 패널 판매 증가 및 UHD TV 시장확대 등 패널 사이즈 대형화도 수요 증가에 일조할 것으로 기대됩니다.

또한 수년간 공급 초과 지속에 따른 패널 업체들의 투자 감소로 공급 Capa 증가는 수요 증가를 하회할 것으로 전망됨에 따라 수급이 점차 개선 될 것으로 예상됩니다. 특히 UHD TV 등 신제품 생산 집중 영향으로 일부 제품은 수급 불균형이 발생 할 수도 있어 가격이 상승될 가능성도 있을 것으로 전망됩니다.

모바일은 기존 High-End 스마트폰 시장 중심에서 Mid-End 시장으로 제품 라인업이 증가될 뿐만 아니라 스마트폰 패널의 고해상도화 및 사이즈 대형화도 지속될 것으로 전망됩니다. 또한 웨어러블 제품인 스마트 워치 등으로 제품군 확대가 예상됩니다.

당사는 앞선 기술력을 바탕으로 대형 TFT-LCD 시장을 선도해왔을 뿐만 아니라, 2007년 세계 최초로 OLED 제품의 상용화에 성공한 이후 현재까지 중소형 OLED 시장에서 독보적인 점유율을 유지하고 있으나, 정부 지원을 기반으로 한 중국 업체를 중심으로 디스플레이 업계 전반의 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

<DP 사업부문 주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2014년 1분기	2013년	2012년	비 고
디스플레이 패널	22.7%	20.4%	25.4%	세계시장 점유율(Display Search, 대형 금액기준)

※ 시장점유율은 객관성 제고를 위해 외부조사기관의 자료를 활용하였습니다.

(영업의 개황 등)

당사는 불량률 개선을 통한 Loss 절감 및 수율 향상을 통해 제조 경쟁력을 제고하고 있으며, 원가 절감을 위해 고투과 패널 개발 및 핵심 장비 국산화 노력 등을 지속하고 있습니다. 또한 거래선과의 기술 및 제품 개발 협업체계를 더욱 공고히 하여 업계 최고의 가동률을 유지하고 수익성을 극대화해 나갈 것입니다.

대형 패널 사업에 대해서는 UHD TV, Curved 등 프리미엄 제품 판매 확대 및 보급형등 풀라인업으로 시장 수요에 적극 대응하고, 원가 경쟁력 강화로 수익성 개선에 집중할 예정입니다.

모바일은 High-End와 함께 증가대 스마트폰향 패널 라인업을 강화하고, 태블릿 등 신규 어플리케이션 다변화를 통한 수요 기반을 강화할 것입니다. 특히 플렉서블 등 차별화된 혁신 제품 출시를 통해 중장기 성장 기반을 강화해 나갈 것입니다.

나. 사업부문별 요약 재무현황

[단위 : 백만원, %]

부문	구분	제46기 1분기		제45기		제44기		
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	
CE 부문	총매출액	27,840,111	22.0%	125,088,762	22.4%	117,897,781	24.6%	
	내부매출액	16,523,869	22.6%	74,757,247	22.7%	66,792,679	24.0%	
	순매출액	11,316,242	21.1%	50,331,515	22.0%	51,105,102	25.4%	
	영업이익	191,669	2.3%	1,673,343	4.5%	2,324,036	8.0%	
	총자산	43,823,331	13.1%	47,183,953	14.9%	38,947,252	14.1%	
IM 부문	총매출액	67,859,260	53.6%	299,161,654	53.6%	224,920,171	46.9%	
	내부매출액	35,417,246	48.5%	160,344,435	48.7%	119,075,488	42.8%	
	순매출액	32,442,014	60.4%	138,817,219	60.7%	105,844,683	52.6%	
	영업이익	6,428,670	75.7%	24,957,741	67.8%	19,418,235	66.8%	
	총자산	98,702,668	29.6%	86,132,881	27.1%	68,743,115	24.9%	
DS 부문	반도체	총매출액	17,136,048	13.5%	70,908,145	12.7%	66,976,623	14.0%
		내부매출액	7,741,936	10.6%	33,471,566	10.2%	32,090,017	11.5%
		순매출액	9,394,112	17.5%	37,436,579	16.4%	34,886,606	17.3%
		영업이익	1,949,175	23.0%	6,887,978	18.7%	4,173,730	14.4%
		총자산	80,054,132	24.0%	76,224,096	24.0%	67,136,914	24.4%
	DP	총매출액	12,435,270	9.8%	61,294,886	11.0%	69,359,762	14.5%
		내부매출액	6,338,518	8.7%	31,457,770	9.5%	36,360,406	13.1%
		순매출액	6,096,752	11.4%	29,837,116	13.0%	32,999,356	16.4%
		영업이익	△83,574	△1.0%	2,980,563	8.1%	3,214,750	11.1%
		총자산	46,791,002	14.0%	42,195,558	13.3%	41,429,074	15.0%
	계	총매출액	30,677,773	24.2%	134,394,781	24.1%	136,724,256	28.5%
		내부매출액	15,121,314	20.7%	66,633,875	20.2%	68,436,962	24.6%
		순매출액	15,556,459	29.0%	67,760,906	29.6%	68,287,294	34.0%
		영업이익	1,870,758	22.0%	10,000,665	27.2%	7,416,325	25.5%
		총자산	152,311,608	45.7%	145,872,686	45.9%	130,371,546	47.3%

※ 순매출액은 본사 및 연결대상 해외법인의 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다.
수치임]

[△는 부(-)의

2014년(제46기) 1분기 매출은 순매출액 기준 53조 6,753억입니다.

CE 부문이 11조 3,162억(21.1%), IM 부문이 32조 4,420억(60.4%)이며,
반도체 사업부문이 9조 3,941억(17.5%), DP 사업부문이 6조 968억(11.4%) 등
DS 부문이 약 29.0% 수준입니다.

2014년(제46기) 1분기 영업이익은 8조 4,888억입니다.

IM 부문이 6조 4,287억으로 전체이익의 75.7%를 차지하며 DS 부문은 전체이익의
22.0%인 1조 8,708억을 달성하였습니다.

□ 공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부기준 적용

- 1) 공통 판매비와 관리비의 경우 각 제품/모델별 귀속이 확실한 직접비용(위임성 경비)은 각 제품/모델부문에 직접 귀속시키고 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다.
- 2) 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부기준(매출액비, 세전이익비 등)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 매출

당사는 TV, 프린터, 컴퓨터, 냉장고, 에어컨, 세탁기, HHP 등 완제품과 반도체 부품 및 디스플레이 패널 등을 생산, 판매하고 있습니다.
 당사 2014년 1분기 제품별 순매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

부문		주요 제품	순매출액	비중
CE 부문		CTV, 모니터, 프린터, 에어컨, 냉장고, 세탁기, 의료기기 등	113,162	21.1%
IM 부문		HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터, 디지털카메라 등	324,420	60.4%
DS 부문	반도체 사업	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	93,941	17.5%
	DP 사업	TFT-LCD, OLED 등	60,968	11.4%
	부문 계		155,565	29.0%
기타		-	△56,394	△10.5%
전체 계			536,753	100.0%

※ 부문간 매출액 포함기준입니다.(연결기준)

[△는 부(-)의 수치

임]

2014년 1분기 매출은 CE 부문이 11조 3,162억으로 전체 순매출액의 21.1%, IM 부문이 32조 4,420억으로 60.4%를 차지하며, DS 부문이 15조 5,565억으로 29.0%를 구성하고 있습니다.

☞ 세부 제품별 매출은 5. 매출 항목을 참조하십시오.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황

CTV 평균판매 가격은 2012년, 2013년에 이어 2014년도에도 하락세가 지속되고 있습니다. HHP는 2012년, 2013년 고가 제품 비중 증가 및 갤럭시 시리즈 제품의 판매호조로 각각 39%, 16% 상승하였으나, 2014년 1분기에 전년대비 4% 하락하였습니다. 메모리 판가는 수급안정화로 2012년 40% 하락, 2013년 21% 하락에 이어 2014년에는 하락폭이 11% 수준으로 둔화 되었습니다. 디스플레이 패널 판가는 중국 및 선진지역의 수요부진 등의 영향으로 TFT-LCD 제품의 면적당 판가는 전분기 대비 약 5% 하락하였습니다. 향후 수요와 공급의 불균형으로 인해 판가는 지속적으로 변동될 수 있습니다.

3. 주요 원재료

(단위 : 억원, %)

부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비고(매입처)
CE	원재료	디스플레이 패널	화상신호기	9,223	18.4%	CMI, AUO 등
	원재료	PDP 모듈	화상신호기	3,005	6.0%	삼성SDI 등
	원재료	기타		37,967	75.6%	
	부문 계			50,195	100.0%	
IM	원재료	모바일용 디스플레이 패널	화상신호기	17,229	14.3%	일진디스플레이 등
	원재료	Base Band Chip	CPU	13,922	11.5%	Qualcomm 등
	원재료	기타		89,650	74.2%	
	부문 계			120,801	100.0%	
DS	원재료	Glass	디스플레이용 유리기관	5,824	12.0%	삼성코닝정밀소재 등
	원재료	Window	강화유리	2,854	5.9%	BIEL 등
	원재료	POL	편광판	4,371	9.0%	동우화인켐, NITTO 등
	원재료	Wafer	반도체 원판	2,260	4.7%	SUMCO 등
	원재료	기타		33,055	68.4%	
	부문 계			48,364	100.0%	
기타				122	-	
총계				219,482	-	

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.

※ 2014년 3월말 기준 삼성SDI는 당사의 계열회사입니다.

당사의 주요 원재료는 CE 부분의 경우 TV 및 모니터용 디스플레이 패널 및 PDP 모듈이며, IM 부분은 모바일용 디스플레이 패널 및 Base Band Chip 등입니다. 또한, DS 부분의 경우 Glass, POL, Window, Wafer 등이 주요 원재료입니다. TV 및 모니터에 사용되는 대형 디스플레이 패널은 CMI, AUO 등에서 공급받고 있으며, 모바일용 디스플레이 패널은 일진디스플레이 등에서, Base Band Chip은 Qualcomm 등으로부터 공급받고 있습니다. 또한, 삼성코닝정밀소재, 동우화인켐 등으로부터 Glass, POL을 공급받아 디스플레이 패널을 제조하고 있습니다.

- 주요 원재료 가격 변동 추이

CE 부분의 주요 원재료인 TV 및 모니터용 디스플레이 패널 가격은 2013년 설비투자 증가 및 생산성 향상으로 인한 공급 과잉으로 전년 대비 평균 12% 가격이 하락하였으며, 2014년에도 비슷한 수준으로 가격 하락세가 지속되고 있습니다. IM 부분의 모바일용 디스플레이 패널의 경우 2013년 전년 대비 가격이 6% 하락하였으며, Base Band Chip의 가격은 전년 대비 약 18% 상승하였습니다. DS 부분의 원재료 가격은 전반적으로 하락하는 추세입니다. 반도체 Wafer는 전년 대비 약 15% 하락하였으며, 디스플레이 패널 원재료의 경우 Glass와 액정이 전년 대비 소폭 하락하였고, Window는 전년과 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.

4. 생산 및 설비

가. 생산능력, 생산실적, 가동률 (생산능력)

(단위 : 천대,천개)

부문	품 목	제46기 1분기 ('14.1.1~3.31)	제45기 ('13.1.1~12.31)	제44기 ('12.1.1~12.31)
		수량	수량	수량
CE 부문	CTV	13,471	53,102	53,375
IM 부문	HHP	141,250	556,600	461,950
DS 부문	메모리	34,010,000	116,909,000	80,159,000
	DP	2,108	8,260	9,218

※ 생산능력은 글로벌 기준이며, 주요 제품기준입니다.

CE 및 IM 부문의 주요 품목별 생산능력은 평균 라인수×시간당 평균생산실적×일평균가동시간×가동일수로 산출하였으며, DS 부문의 메모리 생산능력은 1GB 환산기준으로 환산생산실적(패키지 OUT기준)을 가동율로 나눠서 생산능력을 산출하고 있고, DP의 경우 라인별 생산가능한 제품의 총면적을 8세대 Glass(2200×2500mm)로 환산하고 있습니다.

(생산실적)

(단위 : 천대,천개)

부문	품 목	제46기 1분기 ('14.1.1~3.31)	제45기 ('13.1.1~12.31)	제44기 ('12.1.1~12.31)
		수량	수량	수량
CE 부문	CTV	11,716	47,527	48,357
IM 부문	HHP	122,262	499,480	416,632
DS 부문	메모리	34,010,000	116,909,000	80,159,000
	DP	1,846	7,340	7,800

※ 생산실적은 글로벌 기준이며, 주요 제품기준입니다.

2014년 1분기 CE 부문의 CTV 생산실적은 11,716천대이고, 한국(수원), 중국, 멕시코, 브라질, 헝가리 등 세계 각 지역에서 생산되고 있습니다.

IM 부문의 HHP 생산실적은 122,262천대이며 한국(구미), 중국, 베트남, 브라질 등 지역에서 생산되고 있습니다.

DS 부문의 메모리 생산실적은 34,010백만개(1GB 환산기준)이며, 한국(기흥, 화성) 및 중국에서 생산하고 있습니다. DP 생산실적은 1,846천개이며, 한국(천안, 아산), 중국, 슬로바키아 등 지역에서 생산 중입니다.

(가동률)

(단위 : 천대)

부문	품 목	제46기 1분기 생산능력 대수	제46기 1분기 실제 생산대수	가동률
CE 부문	CTV	13,471	11,716	87.0%
IM 부문	HHP	141,250	122,262	86.6%

당사 CE 및 IM 부문의 2014년 1분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, CTV가 87.0%, HHP가 86.6%입니다.

(단위 : 시간)

부문	품 목	제46기 1분기 가동가능 시간	제46기 1분기 실제 가동시간	가동률
DS 부문	메모리	10,800	10,800	100.0%
	DP	19,440	18,480	95.1%

DS 부문의 메모리와 DP는 24시간 3교대 작업을 실시하고 있으며, 휴일을 포함하여 2014년 1분기 누적 가동일은 총 90일입니다. $90\text{일} \times \text{생산라인수} \times 24\text{시간}$ 으로 실제 가동시간을 산출하여 가동률을 계산하였습니다.

나. 생산설비 및 투자현황 등

(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등

당사는 서울 서초구에 위치한 서초사업장을 비롯하여 수원, 구미, 기흥, 온양, 광주 등 국내사업장 및 북미, 구주, 중국 등 해외 CE, IM 부문 산하 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 5개 지역총괄에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.

[사업장 현황]

지역	사업장	소재지
국내 (8개 사업장)	서초사업장	서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)
	수원사업장	경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동)
	구미1사업장	경상북도 구미시 1공단로 244 (공단동)
	구미2사업장	경상북도 구미시 3공단3로 302 (임수동)
	기흥사업장	경기도 용인시 기흥구 삼성2로 95
	온양사업장	충청남도 아산시 배방읍 배방로 158
	화성사업장	경기도 화성시 삼성전자로 1 (반월동)
	광주사업장	광주광역시 광산구 하남산단6번로 107 (오선동)
해외 (CE, IM 부문 산하 9개 지역총괄)	북미 총괄	미국, 뉴저지
	구주 총괄	영국, 런던
	중국 총괄	중국, 북경
	동남아 총괄	싱가폴, 싱가포르
	서남아 총괄	인도, 뉴델리
	CIS 총괄	러시아, 모스크바
	중동 총괄	아랍에미리트, 두바이
	아프리카 총괄	남아프리카공화국, 요하네스버그
	중남미 총괄	브라질, 상파울로
해외 (DS 부문 산하 5개 지역총괄)	미주 총괄	미국, 산호세
	구주 총괄	독일, 에쉬본
	중국 총괄	중국, 상해
	동남아 총괄	싱가폴, 싱가포르
	일본 총괄	일본, 동경

* 국내사업장은 삼성전자 본사기준임

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2014년 1분기말 현재 장부가액은 76조 5,190억으로 전년말 대비 1조 226억 증가하였습니다. 2014년 1분기 신규취득은 5조 3,738억이고, 감가상각비는 4조 41억입니다.

[단위 : 백만원]

구 분		토 지	건물및건축물	기계장치	건설중인자산	기타	계
기 초	기초장부가액	7,429,287	15,715,064	36,498,478	13,840,172	2,013,387	75,496,388
	취득원가	7,429,287	23,375,035	118,621,699	13,840,172	5,518,351	168,784,544
	감가상각누계액 (손상차손누계액 포함)	-	(7,659,971)	(82,123,221)	-	(3,504,964)	(93,288,156)
증 감	일반취득 및 자본적지출	35,647	1,118,214	3,135,161	768,320	316,452	5,373,794
	사업결합으로 인한 취득	-	-	-	-	-	-
	감가상각	-	(312,834)	(3,475,908)	-	(215,342)	(4,004,084)
	처분/폐기/손상	(19,942)	(146,818)	(56,459)	(16,285)	(10,281)	(249,785)
	기타	4,832	3,463	17,551	(119,806)	(3,317)	(97,277)
기 말	기말장부가액	7,449,824	16,377,089	36,118,823	14,472,401	2,100,899	76,519,036
	취득원가	7,449,824	24,326,603	121,224,852	14,472,401	5,793,401	173,267,081
	감가상각누계액 (손상차손누계액 포함)	-	(7,949,514)	(85,106,029)	-	(3,692,502)	(96,748,045)

- ※ 기타 : 연결범위 변동에 의한 증감액 및 환율변동에 의한 증감액 포함
- ※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다.
- ※ 상기 시설 및 설비현황은 연결기준입니다.

(2) 시설투자현황

당사는 2014년 1분기에 5.4조를 미래 대비 시설투자에 사용하였으며, 반도체와 DP 사업부문의 라인 성능 개선 등에 투자되었습니다. 2014년 시설투자는 전년과 비슷한 수준의 시설투자를 계획하고 있으며, 향후 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

[부문별 시설투자금액]

[단위 : 억원]

사업부문	구분	투자기간	대상 자산	제46기 1분기 투자액	비고
반도체	신/증설, 보완 등	'14.1~'14.3	건물/설비	33,358	
DP	신/증설 보완 등	'14.1~'14.3	건물/설비	7,105	
기타	기타	'14.1~'14.3	건물/설비	13,275	
합 계				53,738	

5. 매출

가. 매출실적

제46기 1분기 매출은 53조 6,753억으로 전년 대비 1.5% 증가하였습니다.

부문별로 보면 CE 부문이 전년 대비 0.7% 증가하였습니다.

IM 부문은 평가 하락에 따라 전년 대비 1.2% 감소하였으며, DS 부문은 전년 대비 1.6% 감소하였습니다.

(단위 : 억원)

부 문		매출유형	품 목		제46기 1분기 ('14.1.1~3.31)	제45기 (2013년)	제44기 (2012년)
CE 부문		상 품 제 품 용 역 기타매출	CTV, 모니터, 프린터, 에어컨, 냉장고, 세탁기, 의료기기 등	합계	113,162	503,315	511,051
IM 부문		상 품 제 품 용 역 기타매출	HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터, 디지털카메라 등	합계	324,420	1,388,172	1,058,447
DS 부문	반도체 사업	상 품 제 품 용 역 기타매출	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	합계	93,941	374,366	348,866
	DP 사업	상 품 제 품 용 역 기타매출	TFT-LCD, OLED 등	합계	60,968	298,371	329,994
	부문 계				155,565	677,609	682,873
기 타		기타매출	-	합계	△56,394	△282,169	△241,335
합 계					536,753	2,286,927	2,011,036

※ 부문간 매출액 포함 기준입니다.(연결기준)

[△는 부(-)의 수치임]

- 주요제품별 매출실적

(단위 :억원)

구 분	제46기 1분기 ('14.1.1~3.31)	제45기 (2013년)	제44기 (2012년)
영상기기	73,901	331,207	350,381
무선	313,647	1,353,537	1,032,875
MEMORY	62,928	237,146	208,640
DP	60,968	298,371	329,994

※ 부문간 매출액 포함 기준입니다.(연결기준)

※ 2014년 1분기 기준으로 재작성되었습니다.

- 매출유형별 매출 실적

(단위 :억원)

구 분	제46기 1분기 ('14.1.1~3.31)	제45기 (2013년)	제44기 (2012년)
제상품	529,049	2,252,839	1,926,709
용역 및 기타매출	7,704	34,088	84,327
계	536,753	2,286,927	2,011,036

※ 기타매출은 로열티수익과 임대료수익 등으로 구성되어 있습니다.

- 주요지역별 매출현황 (별도기준)

(단위 :억원)

구 분	제46기 1분기 ('14.1.1~3.31)	제45기 (2013년)	제44기 (2012년)
국내	46,797	172,004	204,703
미주	90,312	442,526	315,846
유럽	80,920	335,645	312,650
아시아 및 아프리카	80,664	341,059	290,832
중국	72,564	292,487	288,033
계	371,257	1,583,721	1,412,064

나. 판매경로

□ 국 내

판매자	판매경로		소비자
생산자 (공장)	대리점		소비자
	유통업체(양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 인터넷)		
	대리점	농협, 구판장, 계열점	
	통신사업자(SKT, KT, LG유플러스)		
	직접판매		

□ 해 외

판매자	판매경로				소비자	
생산법인	판매법인	Retailer			소비자	
		Dealer		Retailer		
		Distributor	Dealer	Retailer		
		통신사업자				
	물류법인	판매법인	Retailer			
			Dealer	Retailer		
			Distributor	Dealer		Retailer
	직접판매					

□ 판매경로별 매출액 비중

경로	도매	소매	특직관	기타
비중	39%	24%	32%	5%

※ Global 기준임

다. 판매방법 및 조건

□ 국 내

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
전속	대리점	- 약정여신수금(현금,30일여신) (담보 100%내 여신적용)	- 사안별 상호 협의하에 일부 분담
유통업체	양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 인터넷	개별계약조건	- 사안별 상호 협의하에 일부 분담
특직판	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

□ 해 외

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
Retailer	소매점	개별계약조건	- 사안별 상호 협의하에 일부 분담
Dealer	양판점, 할인점, 백화점	개별계약조건	- 사안별 상호 협의하에 일부 분담
Distributor	현지 거래선 직판 영업	개별계약조건	- 사안별 상호 협의하에 일부 분담
B2B	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

라. 판매전략

- 스마트 제품을 중심으로 한 시장 리더십 확대
- 브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공
- 고객/시장 중심 Operation 역량 강화
- 영업역량 강화

마. 주요 매출처

2014년 1분기 기준 당사의 주요 매출처는 Apple, Deutsche Telekom, Ingram Micro, Sprint, Verizon 등입니다.

당사 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 12% 수준입니다.

6. 수주상황

2014년 1분기말 현재 주문생산에 의한 장기공급계약 수주현황은 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

당사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책 및 프로그램을 운영하고 있습니다.

재무위험 관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 사업부, 국내외 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 글로벌 재무위험 관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다.

또한, 당사는 해외 지역별 중심지(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 일본, 브라질, 러시아)에 금융관리요원을 파견하여 지역 금융센터를 운영함으로써, 글로벌 재무위험을 관리하고 있습니다.

당사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, CNY 등이 있습니다.

당사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치 시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 당사의 환위험 관리 규정에서는 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차, 헷지 기간, 헷지 비율 등을 정의하고 있습니다.

당사는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 글로벌 환관리 시스템을 구축하여 각개별회사의 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다.

(2) 주가변동 위험

당사는 전략적 목적 등으로 매도가능금융자산으로 분류된 지분증권에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 지분증권(상장주식)의 주가가 약 1% 변동할 경우 기타포괄손익의 변동금액은 각각 40,893백만원 및 43,993백만원입니다.

(3) 이자율 위험

변동금리부 금융상품의 이자율 변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변

동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

당사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행들(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규거래는 재정팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

당사의 매출채권 대부분은 보험한도 내에서 적절하게 부보되어 위험관리 되고 있습니다. 따라서, 당사에 노출된 신용 위험은 제한적일 것으로 판단하고 있으며 당분기말 및 전기말 현재 당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

다. 유동성 위험

당사는 대규모 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다.

당사는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전적으로 관리하고 있습니다. 이상징후가 발견될 경우 지역 금융센터와 공조하여 Cash Pooling 등 글로벌 금융통합 체제를 활용한 유동성 지원을 시행하고 있으며, 필요시 지역 금융센터 및 당사의 추가적인 금융 지원으로 대응하는 유동성 관리 프로세스를 갖추고 있습니다. Cash Pooling은 자금부족 회사와 자금잉여 회사간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성 위험을 최소화하는 한편 자금운용 부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 당사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 당사는 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있으며 종속기업도 회사의 지급보증 등을 통하여 필요한 차입한도를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다.

라. 자본위험관리

당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.

당사의 자본위험관리 정책은 전기와 변동이 없었으며 당분기 중 당사의 신용등급과 관련하여 S&P는 A+ 등급을 부여하였으며 Moody's는 A1을 부여하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기말	전기말
부 채	69,730,872	64,059,008
자 본	155,561,724	150,016,010
부채비율	44.8%	42.7%

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 당사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	합계
(1) 자 산				
파생상품	-	59,206	-	59,206
장단기매도가능금융자산(*)	5,346,482	1,328,186	3,128,764	9,803,432
(2) 부 채				
파생상품	-	274,645	-	274,645

구 분	전기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	합계
(1) 자 산				
파생상품	-	40,552	-	40,552
장단기매도가능금융자산(*)	5,656,806	1,188,498	493,378	7,338,682
(2) 부 채				
파생상품	-	244,172	-	244,172

(*) 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률 및 적용할 할인율을 신뢰성 있게 산정할 수 없어 취득원가로 평가한 금액(당분기: 402,410백만원, 전기: 388,225백

만원)이 제외되어 있습니다.

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- Level 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- Level 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)
- Level 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 매도가능으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재 가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(2) 가치평가기법 및 투입변수

가. 당사는 공정가치 서열체계에서 Level 2로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있으며, 통화선도에 대하여 기초자산의 가격이 이항확률분포를 따른다는 가정하에 도출된 이항모형을 사용하고 있습니다.

나. Level 3로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구분	공정가치	가치평가기법	투입변수	투입변수 범위 (가중평균)
장기매도가능금융자산				
Corning	2,645,064	삼항모형	위험 할인율	5.88%~7.88% (6.88%)

Incorporated 전환우선주			가격 변동성	32.50%~38.50% (35.50%)
-----------------------	--	--	--------	---------------------------

(3) Level 3로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

민감도 분석 대상인 Level 3로 분류되는 각 상품별 투입변수의 변동에 따른 손익효과에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구분	유리한 변동	불리한 변동
매도가능금융자산(*1)	194,203	(186,824)

(*1) 전환우선주는 주요 관측불가능한 투입변수인 변동성(32.50~38.50%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 FTS사 등의 전환사채, 신화인터텍(주)의 신주인수권부사채를 보유하고 있으며, 2014년 1분기말 현재 파생상품 가치는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

	자산	부채	평가이익	평가손실
풋-옵션 등	9,742	-	-	8,112
계	9,742	-	-	8,112

※ 옵션가치 산정은 블랙숄즈 모형 등을 사용

환율 변동 리스크 관리를 위하여 당사의 종속기업은 장부 통화가 아닌 외화 포지션에 대하여 통화선도(Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지합니다.

또한, 해외법인은 위험회피목적으로 1년 미만 만기 통화선도를 은행을 통하여 매수 또는 매도합니다.

당사는 Corning Incorporated의 전환우선주를 보유하고 있으며, 2004년 1분기말 현재 전환우선주의 가치는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	취득원가	공정가치	평가이익	평가손실
전환우선주	2,434,320	2,645,064	210,744	-

※ 공정가치는 삼항 모형을 이용, 평가이익은 자본(기타자본항목)에 반영

2014년 1분기말 현재, 체결중인 통화선도 거래에 대한 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

	자산	부채	평가이익	평가손실
통화선도	53,991	274,608	49,910	58,176
계	53,991	274,608	49,910	58,176

9. 경영상의 주요계약 등

거래선	항 목	내 용
에릭슨	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2014.01.25
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스를 통한 사업 자유도 확보
	대금수수 방법	-
	기타 주요내용	-
구글	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2014.01.25 / 영구
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스를 통한 사업 자유도 확보
	대금수수 방법	-
	기타 주요내용	영구 라이선스 계약(향후 10년간 출원될 특허까지 포함)
시스코	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2014.01.23
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스를 통한 사업 자유도 확보
	대금수수 방법	-
	기타 주요내용	-
글로벌 파운드리즈	계약 유형	공정 기술 라이선스 계약
	체결시기 및 기간	2014.02.28
	목적 및 내용	14nm 공정의 고객기반 확대
	대금수수 방법	-
	기타 주요내용	-

※ 계약 체결 금액 등 기타 특허 분쟁에 참고가 될 사항은 기재하지 않았습니다.

10. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용

당사는 고객의 요구를 먼저 파악하고 발상의 전환을 통해 창조적이고 혁신적인 제품, 미래를 선도하는 기술을 지속적으로 창출하여 세계 시장을 선도해 나가고 있습니다. 창조적이고 혁신적인 제품을 준비하고 있으며 세계 IT업계에서의 위상을 더욱 굳건히 하기 위해 차세대 기술과 원천기술을 확보하여 세계 산업 기술을 이끄는 진정한 선도기업(Leading Company)이 되도록 최선을 다하고 있습니다.

[연구개발비용]

(단위 : 백만원)

과 목		제46기 1분기	제45기	제44기
연구개발비용 계		3,877,538	14,780,432	11,892,434
회계	개발비 자산화(무형자산)	186,694	461,030	359,639
처리	연구개발비(비용)	3,690,844	14,319,402	11,532,795
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 계 ÷ 당기매출액 × 100]		7.2%	6.5%	5.9%

※ 연결기준이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2014년 1분기 당사의 연구개발비용은 전년 대비 13.6% 증가한 3조 8,775억이며, 자산화된 1,867억을 제외한 3조 6,908억원을 당기 비용으로 회계처리하였습니다.

나. 연구개발 조직 및 운영

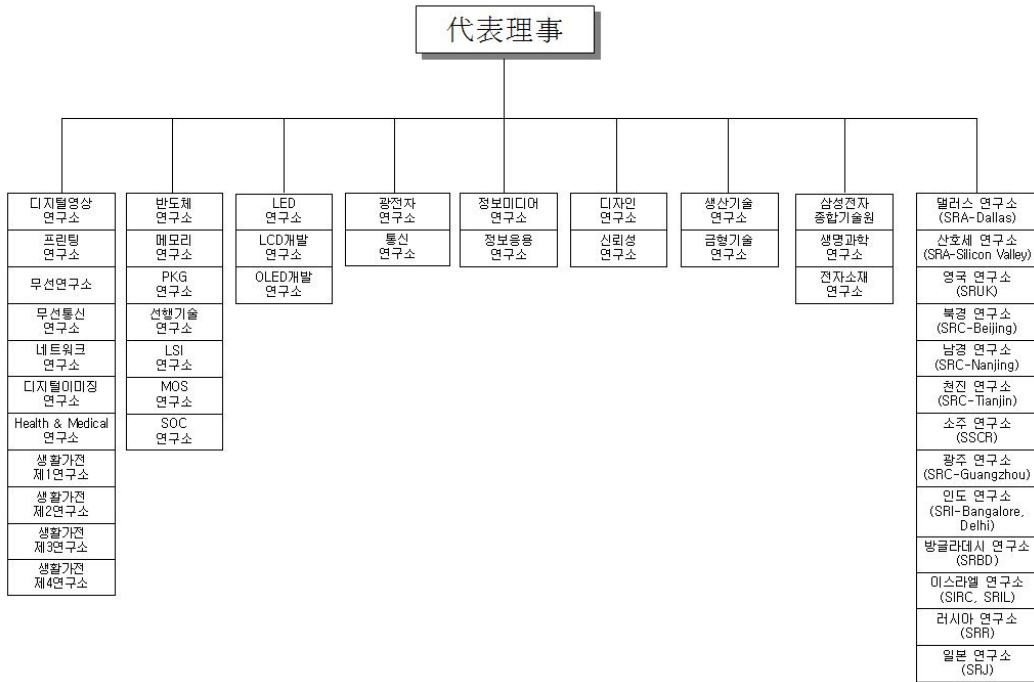
□ 국내

당사는 3계층의 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 1~2년 내에 시장에 선보일 상품화 기술을 개발하는 각 부문의 산하 사업부 개발팀, 3~5년 후의 미래 유망 중장기 기술을 개발하는 각 부문연구소, 그리고 미래 성장엔진에 필요한 핵심 요소 기술을 선행 개발하는 종합기술원 등으로 연구 개발 구조를 체계화하여 운영하고 있습니다.

종합기술원은 무한탐구를 실현하며 미래를 주도할 최첨단 기술의 산실로서 설립된 삼성전자의 중앙연구소로 미래성장엔진 가시화와 주력사업의 기술 경쟁력 강화 등 전사 차원에서 유망 성장분야에 대한 연구개발 방향 제시와 창의적 R&D 체제를 구축하고 있습니다.

□ 해외

미국(SRA-Silicon Valley, SRA-Dallas), 영국(SRUK), 러시아(SRR), 이스라엘(SRIL,SIRC), 인도(SRI-Bangalore, SRI-Delhi), 일본(SRJ), 중국(SSCR, SRC-Beijing, SRC-Nanjing, SRC-Tianjin, SRC-Guangzhou) 등의 지역에 연구개발 조직을 운영하고 있으며 제품개발 및 기초기술연구 등의 연구활동을 수행중입니다.



- ※ 연구개발 조직도는 2014년 1분기말 기준입니다.
- ※ 상세한 해외 연구개발 조직(법인) 현황은 I.회사의 개요 중 사. 연결대상 종속기업 개황을 참조하시기 바랍니다.

다. 연구개발실적

연구과제	연구결과 및 기대효과	제품 등에 반영된 경우 제품 등의 명칭 및 반영내용
스마트 TV 모니터	<input type="checkbox"/> 스마트 모니터 (TB750, 24"/27) - MHL을 통한 모바일기기 연결성 지원. - WiDi를 통한 무선 화면 전송 지원. - 스마트 허브, 스마트 TV 앱 이용 가능. - AllShare 및 Connect Share 기능. - 7W x 2채널 스피커. - 비대칭 슬림 디자인.	<input type="checkbox"/> 지역 : 미주/구주/국내 등 <input type="checkbox"/> 출시 : '12.2월
버진미디어향 셋탑박스 (SetTopBox)	<input type="checkbox"/> 영국 버진미디어 방송사업자향 셋탑박스 상용화 공급 - 케이블방송 시청용 셋탑 박스 개발 (TiVo미들웨어 탑재) - HD 방송 시청 및 대용량 녹화기능 탑재 (1T급) ※ 버진미디어 : 영국 최대 미디어 그룹	<input type="checkbox"/> 지역 : 영국 <input type="checkbox"/> 출시 : '12.2월
스마트 TV 서비스	<input type="checkbox"/> '12년 스마트 TV 서비스 런칭 - Cloud 기반 가족 間 콘텐츠 공유 서비스 - 유아 콘텐츠 제공 및 관리 서비스 - 맞춤형 운동 Guide 및 관리 서비스 - 다양한 Device의 콘텐츠 공유 서비스 <input type="checkbox"/> SDK3.1 Public Release (3월) - Smart Control 입력장치 기능 및 In-App 광고 탑재 - Utility tool (Automatic Testing Tool) 제공	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '12.2월
Smart Input Device	<input type="checkbox"/> 스마트 무선 키보드 도입 - QWERTY 문자입력 및 Touch Pad로 기기 제어 용이 - Bluetooth Pairing하여 TV 外 Mobile 기기도 제어	<input type="checkbox"/> 지역 : 미주/국내/구주 등 <input type="checkbox"/> 출시 : '12.2월 <input type="checkbox"/> 적용 제품: - BT 대응 LED/PDP 제품
스마트 스테이션 모니터	<input type="checkbox"/> 스마트 스테이션 모니터 (CB750, 24") - Wireless PC 화면 연결 지원 - 모바일 컨트롤 기능 지원 - MHL을 통한 모바일기기 연결성 지원 - 2대 PC 제어 기능 (Drag & Drop으로 파일 전송 등) - USB Hub 및 USB Super Charging 지원 - 5W x 2 채널 스피커.	<input type="checkbox"/> 지역 : 미주/구주/국내 外 <input type="checkbox"/> 출시 : '12.5월

<p>일체형 Cloud Monitor</p>	<p><input type="checkbox"/> Product Concept</p> <ul style="list-style-type: none"> - 일체형 Cloud Display Monitor(AMD Solution) * Cloud Display Monitor란 : 효율적 IT 자원 관리 및 보안 강화를 기대할 수 있는 차세대 IT Infra Solution인 Server-Based Computing 환경 구축을 위한 일체형 LED 모니터 <p><input type="checkbox"/> 개발 목적 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - EnergyStar5.0 및 Erp(구주 에너지 강제규격) 대응 - 2 chip solution AMD Ontario로 Platform / DDR3 및 SSD 적용 / FAN LESS 구현 - 23.6" 16:9, 19" 5:4 Format Line-up 추가에 따른 영업 확대 기회증대 - ECO-Friendly → LED BLU 적용/Energystar/TCO/Thin Design - VMware/Citrix 가상화 solution 대응 판매 Channel 확보 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '12.12月</p> <p><input type="checkbox"/> 인치 : 19"/23.6"</p>
<p>LFD DEC (LH40DECPLBA/ZA)</p>	<p><input type="checkbox"/> Product Concept</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기존 Genoa-P에서 LFD전용 신규 Echo-E 칩 적용 - ST Athena 칩을 이용한 DP LoopOut & DP1.2 MST - 24/7 운영 가능한 Heavy Usage LED 모델군 - 정보 전달 목적을 위하여 요구하는 고휘도 (700nit) Anti-Glare 사양 <p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 패널 : 신규, Edge-LED, 700nit - SMPS (PD-Board) : 신규 - 일 12시간 사용 기준 판매(보증기간 3년) - 안전규격 60950-1(모니터 규격), EMC class A - 리모콘은 TM1240B - 스탠드 기본 제공 없음 (옵션 액세서리로 운영) - 경쟁사 Line up 대응 - LFD 제품 Line-up 확충 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '12.10月</p> <p><input type="checkbox"/> 인치 : 40"/46"/55"</p>
<p>고해상도 대형 TV 패널 개발</p>	<p><input type="checkbox"/> Main Stream TV 제품 차별화 및 경쟁력 확보</p>	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '13.1Q</p>
<p>고해상도 저소비전력 Tablet 제품 기술</p>	<p><input type="checkbox"/> 투과율향상에 의한 Tablet 제품의 저소비전력 달성 및 생산 수율 향상</p>	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '12.4Q</p>
<p>컴퓨터용 20나노급 4GB DDR3 D램 양산</p>	<p><input type="checkbox"/> 세계 최초 20나노급 4GB DDR3 D램 양산</p> <ul style="list-style-type: none"> - '09년 50나노 4GB이후 4세대 연속 최초 개발 - 서버向 최고속도 1,833Mbps 전송 속도 구현 <p><input type="checkbox"/> 서버에서 PC시장까지 최첨단 '그린메모리'로 고부가가치 D램 시장에서 경쟁력우위 지속 유지</p>	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '12.2月</p> <p><input type="checkbox"/> 명칭 : 4GB DDR3 D램</p>

<p>모바일용 20나노급 4Gb LPDDR2 모바일 D램 양산</p>	<p><input type="checkbox"/> 세계 최초 20나노급 4GB 모바일 D램 양산 - 1Gb부터 4GB까지 업계 최대용량 제품군 양산 - 4GB로 업계 유일 초박형 0.8mm 솔루션 제공</p> <p><input type="checkbox"/> 향후 20나노 D램 비중 증대로 4GB시장 본격 확대 프리미엄 메모리 시장에서 경쟁력우위 지속 유지</p>	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '12.4월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 4GB LPDDR2 모바일 D램</p>
<p>컴퓨터용 30나노급 4GB DDR4 D램 개발</p>	<p><input type="checkbox"/> 세계 최초 차세대 30나노급 4GB DDR4 D램 개발 - '11년 2Gb DDR4 D램에 이어 16Gb 최초 출시 - 향후 최고 속도 3,2Mb/s 구현 제품 개발 추진</p> <p><input type="checkbox"/> '13년 20나노급 제품 양산으로 차별화시장 창출 및 고성능 그린 메모리로 경쟁력 우위 지속 강화</p>	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '12.6월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 4GB DDR4 D램</p>
<p>모바일용 30나노급 4Gb LPDDR3 모바일 D램 양산</p>	<p><input type="checkbox"/> 세계 최초 차세대 30나노급 4Gb 모바일 D램 양산 - 1GB부터 2GB까지 업계 최대 LPDDR3제품군 양산 - 2GB로 업계 유일 초박형 0.8mm 솔루션 제공</p> <p><input type="checkbox"/> 향후 고성능 차세대 LPDDR3 D램 시장 선점으로 프리미엄 메모리 시장에서 경쟁력우위 지속 유지</p>	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '12.8월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 4Gb LPDDR3 모바일 D램</p>
<p>모바일용 20나노급 128GB eMMC 내장스토리지양산</p>	<p><input type="checkbox"/> 세계 최초 고성능 20나노급 128GB eMMC 양산 -'12.7월 64GB 양산에 이어 '12.8월 128GB 출시 - 8GB Full HD 콘텐츠를 15편 저장 가능</p> <p><input type="checkbox"/> 외장 메모리카드 Class10보다 5배 고속 동작으로 차세대 고성능 모바일기기 시장을 지속 확대</p>	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '12.8월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 128GB eMMC 내장메모리카드</p>
<p>컴퓨터용 2y나노 4Gb DDR3 D램 양산</p>	<p><input type="checkbox"/> 세계 최초 최첨단 2y나노 4Gb DDR3 D램 양산 - '09년부터 4년 연속 新공정 적용 D램을 출시 - 최고 성능의 저전력 특성으로 제품 경쟁력 강화</p> <p><input type="checkbox"/> '13년 20나노급 제품 본격 양산으로 차별화시장 매출 지속 확대로 사업 경쟁력 우위 지속 강화</p>	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '12.10월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 4Gb DDR3 D램</p>
<p>컴퓨터용 2y나노 512GB SSD 양산</p>	<p><input type="checkbox"/> 세계 최고 성능 대용량 512GB SSD 양산 - 업계 최초로 고성능 3bit MLC로 고성능SSD 개발 - 고급형/보급형SSD 동시양산으로 시장확대 주도</p> <p><input type="checkbox"/> '13년 프리미엄 울트라노트북 시장 본격 확대로 프리미엄 메모리시장에서 사업 경쟁력 지속 강화</p>	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '12.10월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 512GB SSD</p>
<p>모바일용 10나노급 64GB eMMC 내장스토리지양산</p>	<p><input type="checkbox"/> 세계 최초 차세대 규격 적용 64GB eMMC 양산 - '12.7월 eMMC 4.5 제품에 이어 차세대제품 출시 - '12.10월부터 최고성능 10나노급 64Gb 낸드탑재</p> <p><input type="checkbox"/> 외장 메모리카드 Class10보다 10배 고속 동작 초소형 패키지로 고성능 모바일기기 시장을 선점</p>	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '12.11월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 64GB eMMC 내장메모리카드</p>

<p>스마트 TV 서비스</p>	<p><input type="checkbox"/> '13년 Smart Hub 서비스 런칭</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5개 패널 UI를 통해 카테고리별 콘텐츠를 쉽고 빠르게 액세스 할 수 있는 Smart Hub 제공 · On TV : 현재시간/각 시간대별 시청이력 기반 방송 추천 · Movies & TV Shows : 사용자 시청 이력 기반 / 인기/ 신작 <p>VoD</p> <p style="text-align: center;">추천</p> <ul style="list-style-type: none"> · Photos, Videos & Music : 최근재생/ 녹화/ 사진/ 음악/ 동영상 <p style="text-align: center;">리스트 제공</p> <ul style="list-style-type: none"> · Social : SNS 친구 추천된 콘텐츠 / 영상 통화 리스트 · Apps : 추천 / 다운로드 앱 등 표시 <p><input type="checkbox"/> SDK 4.1 Public Release</p> <ul style="list-style-type: none"> - '13년도 주요 S/W 모듈 플랫폼 탑재를 통한 플랫폼 및 Ecosystem 강화 - Linux 및 Mac 에뮬레이터 지원 및 로컬 Cloud Emulator 기능 제공 - '13년 Smart Controller 기능 추가 - Native IME ('13년 입력 장치 대응) 	<p><input type="checkbox"/> 지역: 전세계</p> <p><input type="checkbox"/> 출시: '13.2월</p>
<p>Smart Input Device</p>	<p><input type="checkbox"/> '13년형 스마트 무선 키보드 도입</p> <ul style="list-style-type: none"> - QWERTY 문자입력 및 Touch Pad로 기기 제어 용이 - TV/모바일 등 BT 표준 지원 기기間 멀티 Pairing 지원 (별도 단축 버튼 제공) <p><input type="checkbox"/> '13년형 외장형 카메라 도입</p> <ul style="list-style-type: none"> - 500만 화소 카메라 지원으로 영상통화(Skype) 화질 개선 - EPTZ(Electronic Pan Tilt Zoom), Face Tracking 지원 - One Hand Gesture Recognition 지원 	<p><input type="checkbox"/> 지역: 전세계</p> <p><input type="checkbox"/> 출시: '13.3월</p>
<p>HDD 방송 복합기 (BD-F8500)</p>	<p><input type="checkbox"/> 제품 주요특징</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dual Tuner 장착, CI , LAN, USB 2.0, HDMI, S-PDIF - 내장 HDD, WiFi - 3D 방송 녹화 <p><input type="checkbox"/> 개발 내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 13년 UX & Apps 적용 , Fox-B 적용 - New Micom (Nuvoton, 32bit) - Movie & TV Show, Screen Mirroring, Remote Access 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 구주</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '13.3월</p>

<p>BD Player (BD-F7500)</p>	<p><input type="checkbox"/> 제품 주요특징</p> <p>4K 3D Wifi BDP 프리미엄 모델</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4K 출력 Scaler 내장 / 2HDMI 출력적용(4K/Audio) - TV 7080 디자인 매칭 - VFD Front Display 적용 - Smart Hub 적용 / 신규 기능 Screen mirroring 적용 - 2 x 2 Dual band Wifi 모듈적용(간섭영향 최소화) <p><input type="checkbox"/> 개발 내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4K 출력 대응 Scaler Chip 적용 개발 - Audio 전용 HDMI 출력 적용(사용성 확대) - Smart Hub 기능 강화 <p>(Movie & TV Show, Screen Mirroring, Remote Access)</p> <ul style="list-style-type: none"> - TrustZone 적용에 따른 Security 강화 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '13.3월</p>
<p>Smart Interaction</p>	<p><input type="checkbox"/> 동작 인식 기능 성능 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> - 동작 감도 개선, Thumbs Up 인식을 개선 <p><input type="checkbox"/> 대화형 음성 인식 기능 지원 국가 확대</p> <ul style="list-style-type: none"> - 확장 국가: 캐나다/스위스/스페인 · 지원 국가: 9개국(6월末 기준) · 미국, 영국, 한국, 프랑스, 독일, 호주, 캐나다, 스위스, 스페인 <p><input type="checkbox"/> OLED/UHD TV향 내장형 카메라 도입</p> <ul style="list-style-type: none"> - OLED Design 대응 회로/기구 신규 개발 반영 - 5M 화소, 동작/얼굴 인식 지원(LED F8000 동일 사양) 	<p><input type="checkbox"/> 지역: 전세계</p> <p><input type="checkbox"/> 출시: '13.6월</p> <p><input type="checkbox"/> 적용 제품</p> <ul style="list-style-type: none"> - 동작 인식: 카메라 내장 TV - 대화형 음성인식: LED 6400 이상 모델 - 내장 카메라: OLED TV KN55S9CAF, UHD TV 55/65 F9000
<p>Monitor (SC770)</p>	<p><input type="checkbox"/> 13년 Touch Monitor Line up 추가</p> <ul style="list-style-type: none"> - 새로운 시장 창출을 위한 프리미엄 Touch Monitor 도입 <p><input type="checkbox"/> 사용 편의성 강화</p> <ul style="list-style-type: none"> - 차별화된 사용성 및 디자인을 제공하여 경쟁사 대비 절대적 우위 확보 <p><input type="checkbox"/> Touch 사용의 최적의 솔루션</p> <ul style="list-style-type: none"> - 정전 방식 Touch를 적용하여 빠른 Touch 및 10 Points 멀티 Touch 가능, Windows8 인증 가능 - 인체 공학적인 슬라이딩 스탠드 구조 적용 - 광시야각 Panel 및 일반모니터 3배에 달하는 명암비 제공 <p><input type="checkbox"/> 프리미엄 디자인</p> <ul style="list-style-type: none"> - 메탈 소재를 활용한 프리미엄 디자인 제공 - Touch 사용시 화면의 몰입감을 최대로 키울수 있는 Narrow Bezel 디자인 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 미주/구주 외</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '13.6월</p> <p><input type="checkbox"/> 인치 : 24"</p>

<p>Open Cell 모니터 SC590</p>	<p><input type="checkbox"/> Display 제품군의 Open Cell 도입 추진 - Open Cell 모델 도입</p> <p><input type="checkbox"/> 라인업 강화 - Open Cell 신규 라인업 - 27" Slim Design 대응하면서 기존 SC570모델 대비 업그레이드 모델</p> <p><input type="checkbox"/> 사용 편의성 강화 - Narrow Bezel Design으로 몰입감 있는 작업, 심미적 가치 제공</p> <p>- PLS 계열 광시야각 Panel 적용, 어느 각도에서든 선명한 색 재현</p> <p>- HDMI 단자 지원으로 PC,영상기기 등 연결기기 확대</p>	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '13.8월</p> <p><input type="checkbox"/> 인치 : 27"</p>
<p>LFD ME95C</p>	<p><input type="checkbox"/> Product Concept - 초대형 95" LED LFD(세계 최대 Edge LED LFD) - Slim Bezel & Depth Metallic Black Premium Design - 가로/세로 설치에 관계없는 Symmetric Design - Smart Meeting Room을 위한 Valuable 기능 지원</p> <p><input type="checkbox"/> 제품 사양 - PIM Half Embedded 구조 지원 - 센서 이용 자동 Pivot 지원 - 단자 : D-sub,DVI,Component(AV),DP,HDMIx3,RS232C</p>	<p><input type="checkbox"/> 지역 :미주/구주/국내 외</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '13.12월</p> <p><input type="checkbox"/> 인치 : 95"</p>
<p>Mobile AP 개발</p>	<p><input type="checkbox"/> 업계 최초 빅리틀 기반 옥타코어 Mobile AP 개발 및 양산 - 빅리틀 기반 옥타코어로 저전력 특성 극대화 - 'Exynos 4 Quad' 제품비 2배 향상된 GPU 능력 - WQXGA 지원으로 스마트폰 및 태블릿 적용 가능 - 업계 최초로 eMMC 5.0 및 USB 3.0 인터페이스 적용 - 당사 AP 기술 리더십 지속 확보</p>	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '13.3월</p> <p><input type="checkbox"/> 명칭 : Exynos 5 Octa</p>
<p>Mobile용 10나노급 128Gb 낸드플래시 양산</p>	<p><input type="checkbox"/> 고성능 10나노급 128Gb 낸드플래시 양산 - '12.11월 10나노급 64Gb에 이어 2배 용량 출시 - '12.5월부터 최고 성능 20나노급 64Gb 낸드 탑재</p> <p><input type="checkbox"/> 128Gb 낸드 기반 메모리 카드와 SSD 시장 확대로 제품 경쟁력 우위 강화 및 메모리시장 성장 주도</p>	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '13.3월</p> <p><input type="checkbox"/> 명칭 : 128Gb 낸드플래시</p>
<p>Server용 20나노급 1TB Server SSD 양산</p>	<p><input type="checkbox"/> 세계 최고 성능 1TB급 Server 스토리지 양산 - 클라우드서비스 시장을 위한 고효율 Solution 제공 - Server 시스템 성능 6배 향상, 전력 소비량 30% 절감</p> <p><input type="checkbox"/> 차세대 SSD 개발로 프리미엄 SSD 시장 성장 주도 - 고부가가치 Server용 SSD로 경쟁력 우위 확대</p>	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '13.3월</p> <p><input type="checkbox"/> 명칭 : 960GB Server SSD</p>
<p>스마트카드 IC</p>	<p><input type="checkbox"/> 업계 최초 스마트카드 IC로 'CC EAL7' 획득 - 세계적 수준의 설계/제조/보안 기술력 적용 - 다양한 해킹에 저항 가능한 정형적 모델링 확립 - 프랑스 인증서 기관(ANSSI)을 통한 인증서 발급</p> <p><input type="checkbox"/> 스마트카드 IC 기술 선도 이미지 제고 및 FSID 시장력 지속 확대</p>	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '13.3월</p> <p><input type="checkbox"/> 명칭 : S3FT9KF</p>

eFlash 공정	<input type="checkbox"/> 업계 최초 45나노 eFlash 공정 개발 - 스마트카드 IC 테스트칩 개발로 상용화 기술 확보 - 소비전력 25%, 데이터 읽는 시간 50% 감소 - '14년 下半年 첫 상용화 제품 양산 예정 - MCU 제품向 파운드리/ASIC 사업에도 확대 적용 <input type="checkbox"/> 스마트카드 IC 기술 선도 이미지 제고 및 파운드리/ASIC 고객 유치 효과	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.5월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 45나노 eFlash
160lm/W 미들파워 LED패키지	<input type="checkbox"/> 업계 최고 수준인 160lm/W 미들파워 양산 - 1와트당 160루멘의 광효율을 달성한 미들파워 - 업계 최고 수준의 LED패키지를 최초 양산 <input type="checkbox"/> 미들파워 기술 선도 이미지 제고 및 LED패키지 시장력 지속 확대	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.2월 <input type="checkbox"/> 명칭 : LM561B
3차원 수직구조 128Gb V낸드플래시 양산	<input type="checkbox"/> 세계 최초 新개념 128Gb 3차원 V낸드플래시 양산 - 3차원 CTF(Charge Trap Flash)셀 구조혁신 및 수직적층 공정혁신으로 미세화 한계를 극복 - 집적도 2배/셀수명 10배/쓰기속도 2배 향상 <input type="checkbox"/> 300件 핵심 특허개발로 테라낸드 양산기술 확보 - 대용량 시장 선점 위한 기술 경쟁력 우위 강화	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.8월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 128Gb V낸드플래시
Mobile向 20나노급 8Gb LPDDR4 D램	<input type="checkbox"/> 세계 최초 차세대 20나노급 8Gb LPDDR4 D램 개발 - 최저 소비전력/최고속 LPDDR4 모바일 D램 개발 - '12년 LPDDR3에 이어 '14년 LPDDR4 시장 창출 <input type="checkbox"/> 20나노급 8Gb D램으로 모바일/서버 플라인업구축 - '14년 모바일 최대용량 4GB 출시로 신시장창출	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.12월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 8Gb LPDDR4 모바일 D램
ISOCELL 픽셀기술 개발	<input type="checkbox"/> 업계 최초 차세대 이미지센서 픽셀기술 개발 - 인접 화소를 격리하는 새로운 공법 적용 - 전기적 신호 손실 최소화로 감도 향상 - 신규기술 적용 첫 제품은 샘플 제공 <input type="checkbox"/> 당사 이미지센서 분야 기술 리더십 제고	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.11월 <input type="checkbox"/> 명칭 : S5K4H5YB
초대형/고해상도 LCD TV 패널 개발	<input type="checkbox"/> 55인치,65인치 UHD TV 패널 양산 <input type="checkbox"/> UHD TV 라인업 확대로 시장리더쉽 강화 및 대중화 기여	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.6월
OLED TV 패널 개발 (55인치)	<input type="checkbox"/> 커브드 OLED TV 출시를 통한 차세대 TV 시장 선점 효과 <input type="checkbox"/> Zero Pixel Defect 화질 구현을 통해 경쟁력 확보	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.6월
Wearable Display Watch	<input type="checkbox"/> 디자인 차별화 기반 OLED 신 Application 시장 창출 <input type="checkbox"/> 1.63인치 고해상도 Compact Design 개발	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.9월
고해상도 OLED 패널 개발	<input type="checkbox"/> 고해상도 기술 개발로 경쟁사 제품 대비 해상도 특성 우위 확보 및 시장 경쟁력 강화 <input type="checkbox"/> 스마트폰용 OLED패널 양산	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.4월
Flexible 기술개발	<input type="checkbox"/> 차세대 제품의 시장 선점을 위한 선행기술 확보 <input type="checkbox"/> 세계최초 커브드 스마트폰용 디스플레이 양산	<input type="checkbox"/> 지역 : 국내 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.10월
초고해상도(UHD) OLED TV 패널 개발	<input type="checkbox"/> 세계최초 R/G/B 방식 UHD 제품 개발 <input type="checkbox"/> UHD TV 라인업 확대로 시장리더쉽 강화 및 차별화 추진	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '14년
고해상도 저소비전력 Tablet 제품 기술	<input type="checkbox"/> 고해상도 Tablet 패널 양산 <input type="checkbox"/> 투과율향상에 의한 Tablet 제품의 저소비전력 달성 및 생산 수율 향상	<input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : 미정

<p>Server向 3D V낸드 기반 960GB 고신뢰성 SSD 양산</p>	<p><input type="checkbox"/> 세계 최초 3D V낸드 기반 고신뢰성 960GB SSD양산 - 3D V낸드 탑재로 SLC 낸드 SSD와 동등 성능 구현 - 고신뢰성/고성능/대용량/저전력 고객가치 향상</p> <p><input type="checkbox"/> 초절전솔루션으로 데이터센터 투자효율 극대화 - 차세대 그린IT시장 확대를 위한 경쟁력 확보</p>	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '13.9월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 960GB 3D V낸드 SSD</p>
<p>Server向 20나노 4Gb DDR3 D램 양산</p>	<p><input type="checkbox"/> 세계 최초 초미세 20나노 4Gb DDR3 D램 양산 - 독자개발 '고집적/초고속/저전력' 기술 적용 - 25나노 대비 생산성 30% 이상 향상</p> <p><input type="checkbox"/> 20나노 4Gb D램으로 PC 및 서버 플라인업 출시예정 - 향후 모바일까지 쏘라인업 출시로 경쟁력 강화</p>	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '14.2월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 4Gb DDR3 D램</p>
<p>ISOCELL 이미지센서 신제품 개발</p>	<p><input type="checkbox"/> 1600만화소 ISOCELL 이미지센서 신제품 출시 - 어두운 공간에서도 선명한 이미지 획득 - 업계 최초 1600만화소/ 초당 30fps 촬영 - 16:9 종횡비 FullHD 해상도 제공</p> <p><input type="checkbox"/> 1300만화소 적층형 ISOCELL 이미지센서 개발 - 적층형 구조로 칩 크기 감소, 회로영역 증가 - 스마트WDR 기능 탑재로 인한 노출 다양화는 역광에서의 색 재현성 개선</p>	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '14.3월 <input type="checkbox"/> 명칭 : S5K2P2</p>
<p>HMP 솔루션 적용 모바일 AP 신제품 개발</p>	<p><input type="checkbox"/> Exynos 5 Octa (5422) 신제품 출시 - HMP 솔루션 적용으로 고성능/저전력 코어 8개 조합 및 활용하여 전력효율 강화 - WQHD 및 WQXGA 초고해상도 지원 - 절전모드 자동전환 및 모바일 영상 압축 기술 사용으로 저전력 특성 강화</p> <p><input type="checkbox"/> Exynos 5 Hexa (5250) 신제품 출시 - HMP 솔루션 적용으로 고성능/저전력 코어 6개 조합 및 활용하여 전력효율 강화 - WQXGA 초고해상도 지원</p>	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '14.1월/3월 <input type="checkbox"/> 명칭 : Exynos5250/ Exynos5422</p>
<p>스마트카드 신제품 개발</p>	<p><input type="checkbox"/> 플래시 메모리 내장 (e-flash) NFC 출시 - 업계 유일 45나노 e-플래시 로직 공정 사용, 90나노 제품 대비 집적도 및 전력효율 개선 - 최소 안테나 솔루션 지원으로 제품 소형화 - 업계 최초 NFC칩을 통해 모바일 POS 구현 ※ POS (Point of Sales) : 판매시점 정보관리 시스템</p>	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '14.1월 <input type="checkbox"/> 명칭 : S3FWRN5</p>
<p>UHD TV HU9000</p>	<p><input type="checkbox"/> 완벽한 몰입감을 주는 Ultimate Curved UHD TV - 인체공학적 Curved LED Panel 채용</p> <p><input type="checkbox"/> 경쟁사 대비 확고한 차별화 가치 제시 - Multi-Link Screen 추가한 Smart Hub 기능 - 유일한 Evolutionary UHD TV</p> <p><input type="checkbox"/> 프리미엄 디자인 - Ergonomic Curved Design 채용 - Immersive Viewing Experience를 통한 최상의 Premium 이미지 선점</p>	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 전세계 <input type="checkbox"/> 출시 : '14.3월 <input type="checkbox"/> 인치 : 55"/65"</p>

11. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권관련

당사는 R&D활동의 지적 재산화에도 집중하여 2013년 14조 8천억원의 R&D 투자를 통해 국내특허 7,643건 출원, 해외특허 11,289건을 출원하였습니다. 이를 통해 2013년 미국 특허취득건수는 4,676건으로 2006년부터 IBM에 이어 8년 연속으로 2위를 유지하고 있습니다.

< 국가별 등록 건수(2013년 末 기준, 누적)>

(단위 : 件)

국가	한국	미국	유럽	중국	일본	기타국가
건수	36,559	34,203	15,091	9,898	7,143	7,871

당사는 1984년 최초로 미국 특허를 등록시킨 이래 현재 세계적으로 총 110,765건의 특허를 보유하고 있으며, 특히 미국에서의 분쟁에 효과적으로 대응하고자 누적 건수 기준으로 한국에 이어 미국에서 가장 많은 특허를 보유하고 있습니다.

< 연도별 특허등록 건수>

(단위 : 件)

특허등록	'13년	'12년	'11년	'10년	'09년	'08년	'07년
한국	2,762	2,013	1,610	1,612	1,485	4,740	10,974
미국	4,676	5,081	4,894	4,551	3,611	3,515	2,725

이들은 대부분 스마트폰, 플래쉬메모리, System LSI, DTV 등에 관한 특허로써 당사 전략사업 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정으로, 사업보호의 역할뿐만 아니라, 유사기술/특허의 난립과 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한 미래 사업 진출을 대비한 선행 특허확보 활동으로써 新소재, 新Multimedia Codec, 차세대 무선통신 관련 특허들이 일부 차지하고 있어 향후 신규사업 진출시 사업보호의 역할이 기대되고 있습니다.

당사는 특허뿐 아니라 스마트폰, LED TV 등에 적용된 당사 고유의 디자인을 보호하고자 디자인특허 확보도 강화하여 2013년에는 미국에서 516건의 디자인 특허를 취득하였습니다.

나. 환경관련 규제사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저히 준수하고 있습니다. 또한 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 '녹색기술·녹색사업 인증' 취득을 확대하고 있으며 법규에서 요구하는 사업장에서 발생하는 '온실가스 배출량과 에너지사용량'을 정부에 신고하고 이해관계자들에게 관련정보를 투명하게 제공하고 있습니다.

(녹색기술·녹색사업 인증관련 내용은 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 9. 녹색경영 부분을 참고하십시오.)

(제품 환경규제 준수)

전자제품은 일반적으로 소비자가 직접 휴대하거나, 가정에 설치하여 사용하고 있어 사용자 건강과 안전에 직간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 관련 환경규제가 강화되고 있습니다. 이에 대해 당사는 부품 및 제품의 개발단계부터 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전생애(Life Cycle)에 걸쳐 환경영향 최소화 활동을 하고 있습니다. 유해물질을 제거한 부품 공급을 위해 "협력회사 에코파트너 인증" 제도를 운영하고 개발단계에서 제품의 친환경 요소(자원사용 절감, 에너지 절약, 유해물질 저감, 친환경소재 적용 등)를 제품에 반영하기 위해 "에코디자인 평가" 제도를 운영하며, 제품 사용 후 발생하는 폐전자제품을 회수하여 재활용하는 "폐제품 회수·재활용 시스템"을 유럽, 북미, 한국, 인도 등에서 운영하고 있습니다. 이러한 활동은 전기 전자제품 관련 국내외 환경법규를 준수할 뿐만 아니라 회사와 제품의 차별화 요소로 기여하고 있습니다.

각국 관련 법률은 다음과 같습니다.

1. 폐제품 회수·재활용법 (例, EU WEEE Directive)
2. 유해물질사용 제한 (例, EU RoHS Directive, REACH Regulation)
3. 제품 에너지 소비효율 규정 (例, EU ErP Directive)

(사업장관리 환경규제 준수)

제품생산과정에서 발생하는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기 오염방지 시설, 수질오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지 시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 하고 있습니다. 이러한 사업장의 환경관리는 관련부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국내 및 글로벌 전 생산 사업장은 국제 환경안전보건경영시스템 인증 (ISO14001, OHSAS18001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

국내외 주요한 관련법률은 다음과 같습니다.

1. 환경오염물질 배출 규제 : 수질 및 수생태계보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 소음진동규제법, 환경영향평가법 등
2. 온실가스 배출 관리 : 온실가스 배출량 신고, 목표관리제 등
3. 기타 사업장환경관리법 : 유해화학물질관리법, 악취방지법, 토양환경보전법 등

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제42조에 따라 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제44조와 당국의 지침에 따라 제3차 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자들에게 공개하고 있습니다. 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구분	2013년	2012년	2011년
온실가스(단위 : tCO ₂ e)	6,303,033	6,004,674	9,955,301
에너지(단위 : TJ)	96,298	91,330	125,370

※ 대상 : 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물 등 총 62개 사업 현장

※ 2012년 실적은 삼성디스플레이 분사로 인해 DP사업이 제외된 기준입니다.

※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.

당사는 온실가스 저감설비 도입과 에너지 절감활동을 통해 당사의 2013년 온실가스 배출허용량과 에너지 사용허용량 목표를 달성하였습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구분	제 46기 1분기	제 45 기	제 44 기	제 43 기	제 42 기
	2014년 3월말	2013년 12월말	2012년 12월말	2011년 12월말	2010년 12월말
[유동자산]	116,246,003	110,760,271	87,269,017	71,502,063	61,402,589
· 현금및현금성자산	18,150,284	16,284,780	18,791,460	14,691,761	9,791,419
· 단기금융상품	41,261,844	36,722,702	17,397,937	11,529,905	11,529,392
· 단기매도가능금융자산	2,066,226	1,488,527	1,258,874	655,969	1,159,152
· 매출채권	25,235,924	24,988,532	23,861,235	21,882,127	19,153,114
· 재고자산	19,648,481	19,134,868	17,747,413	15,716,715	13,364,524
· 기타	9,883,244	12,140,862	8,212,098	7,025,586	6,404,988
[비유동자산]	109,046,593	103,314,747	93,802,553	84,298,200	72,906,214
· 장기매도가능금융자산	8,139,616	6,238,380	5,229,175	3,223,598	3,040,206
· 관계기업 및 공동기업 투자	6,537,343	6,422,292	8,785,489	9,204,169	8,335,290
· 유형자산	76,519,036	75,496,388	68,484,743	62,043,951	52,964,594
· 무형자산	4,120,237	3,980,600	3,729,705	3,355,236	2,779,439
· 기타	13,730,361	11,177,087	7,573,441	6,471,246	5,786,685
자산총계	225,292,596	214,075,018	181,071,570	155,800,263	134,308,803
[유동부채]	54,358,673	51,315,409	46,933,052	44,319,014	39,944,721
[비유동부채]	15,372,199	12,743,599	12,658,312	10,167,619	5,186,446
부채총계	69,730,872	64,059,008	59,591,364	54,486,633	45,131,167
[지배기업 소유주지분]	149,881,253	144,442,616	117,094,052	97,090,383	85,441,561
· 자본금	897,514	897,514	897,514	897,514	897,514
· 주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893	4,403,893	4,403,893
· 이익잉여금	154,003,359	148,600,282	119,985,689	97,622,872	85,071,444
· 기타자본항목	△9,423,513	△9,459,073	△8,193,044	△5,833,896	△4,931,290
[비지배지분]	5,680,471	5,573,394	4,386,154	4,223,247	3,736,075
자본총계	155,561,724	150,016,010	121,480,206	101,313,630	89,177,636
	2014년 1월~3월	2013년 1월~12월	2012년 1월~12월	2011년 1월~12월	2010년 1월~12월
매출액	53,675,326	228,692,667	201,103,613	165,001,771	154,630,328
영업이익	8,488,799	36,785,013	29,049,338	15,644,291	16,756,546
연결총당기순이익	7,574,441	30,474,764	23,845,285	13,759,043	16,182,356
지배기업 소유주지분	7,484,680	29,821,215	23,185,375	13,382,645	15,831,674
비지배지분	89,761	653,549	659,910	376,398	350,682
기본주당순이익(단위 : 원)	49,640	197,841	154,020	89,229	106,211
연결에 포함된 회사수	154개	154개	167개	157개	129개

* 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

[△는 부(-)

의 수치임]

* 기본주당순이익(보통주) 산출근거는 제42기~제45기 연결감사보고서 및 제46기 1분기 연결검토보고서 주석사항을 참조하십시오.

2. 재무정보 이용상의 유의점 (연결재무제표 기준)

가. 연결대상회사의 변동현황

사업연도	당기에 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사
제46기 1분기	삼성전자 포함 154사	RT SV CO-INVEST, LP (신규설립)	Samsung Medison India Private Ltd. (청산)
제45기	삼성전자 포함 154사	NeuroLogica Corp.(이상 지분취득) Intellectual Keystone Technology LLC., Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd., Samsung Network R&D Center China-Shenzhen, Samsung Electronics Switzerland GmbH, Samsung Electronics New Zealand Limited, Samsung R&D Institute China-Xian, SEMES (XIAN) Co., Ltd. (이상 신규설립) 8개사	Samsung Electronics Philippines Manufacturing Corp., Batino Realty Corporation, Samsung LCD Netherlands R&D Center B.V, Samsung LCD Netherlands R&D Center (UK) Limited, Samsung LCD Netherlands R&D Center(HK) Limited, Intellectual Keystone Technology LLC. (이상 지분매각) TNP Small/Medium Size & Venture Enterprises Growth Promotion Investment Limited Partnership(TSUNAMI) (이상 지분감소) 세크론(주), (주)지이에스, Newton Sub. Corp., Samsung Medison Brasil Ltda., Samsung Electronics Corporativo, SA de CV, mSpot, Inc. (이상 합병) Samsung Telecoms (UK) Ltd., Deltapoint Cardiac Diagnostics, Inc., Samsung Medison America, Inc., Samsung Medison France S.A.S., General RF Modules AB, Samsung Opto-Electronics GmbH, Medison (shanghai) Co., Ltd., Samsung Medison Italia S.r.l. (이상 청산) 21개사

<p>제44기</p>	<p>삼성전자 포함 167사</p>	<p>삼성디스플레이(이상 분할), Tianjin Samsung LED Co., Ltd., Samsung LED America Inc., Samsung LED Europe GmbH, mSpot, Inc., Samsung Nanoradio Design Center, Nanoradio Hellas AE, General RF Modules AB, Nanoradio Inc., Nvelo, Inc., Newton Sub. Co.(이상 지분취득), Samsung Electronics Egypt S.A.E, Samsung Electronics Panama. S.A, Samsung Cambridge Solution Centre Limited, Samsung Denmark Research Center ApS, Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L, Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd., Samsung Electronics Israel, Samsung France Research Center SARL, SVIC 23호 신기술투자조합, Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd., Samsung Electroncis Corportativo, SA de CV, Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (이상 신규설립) 23개사</p>	<p>메디슨헬스케어, 프로소닉, Samsung LED Europe GmbH, Samsung Asia Private Ltd., 삼성모바일디스플레이, 에스엠시디, 에쓰이에이치에프코리아(이상 합병) Samsung LED America Inc., HX Diagnostics, Inc., HX Reagents, Inc., Nanoradio Hellas AE, SVIC 7호 신기술투자조합, Samsung Medison Japan Co., Ltd. (이상 청산) 13개사</p>
-------------	-------------------------	--	---

제43기	삼성전자 포함 157사	<p>삼성메디슨, 메디슨헬스케어, 메디슨엑스레이, 씨에스엘, Samsung Medison Brasil Ltda., Samsung Medison America Inc., SONOACE Deutschland GmbH, Samsung Medison France S.A.S., Samsung Medison Italia S.r.l., Samsung Medison Europe B.V., Samsung Medison Shanghai Medical Instrument Co., Ltd., Medison (shanghai) Co., Ltd., Medison Medical Equipment Shanghai, Samsung Medison Japan Co., Ltd., Samsung Medison India Private Ltd., Medison Medical Systems India Private Ltd., 프로소닉, Grandis, Inc., Nexus DX Inc., HX Diagnostics, Inc., HX Reagents, Inc., Deltapoint Cardiac Diagnostics, Inc., Nanogen Recognomics GmbH, 하이 파이오니어 사모 특별자산 투자신탁 1호 (이상 지분취득), Samsung Suzhou LCD Co., Ltd, 에스유머티리얼스, Samsung Moscow Research Centre, Samsung Electronics East Africa, TNP Small/Medium Size & Venture Enterprises Growth Pro-motion Investment Limited Partnership(TSUNAMI), SVIC 20호 신기술투자조합, SVIC 21호 신기술투자조합, SVIC 22호 신기술투자조합(이상 신규설립) 32개사</p>	<p>삼성광주전자(이상 합병) Samsung Electronics Shenzhen Co., Ltd. (이상 청산) 메디슨엑스레이, 씨에스엘(이상 지분매각) 4개사</p>
제42기	삼성전자 포함 129사	-	-

※ 당기 연결에 포함된 회사는 154개사로 모회사 및 연결대상 종속기업 153개사로 구성되어 있습니다.

※ 합병에 관한 사항은 X.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 8. 합병등의 사후정보를 참조하시기 바랍니다.

나. 중요한 회계처리방침

(1) 재무제표 작성기준

당사의 2014년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다.

이 분기연결재무제표는 보고기간종료일인 2014년 3월 31일 현재 유효한 한국채택 국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(2) 회계정책과 공시의 변경

1) 당사가 채택한 제·개정 기준서

당사는 2014년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

기업회계기준서 제1032호 '금융상품: 표시'

기업회계기준서 제1032호 '금융상품: 표시'의 개정에 따라 상계권리가 미래 사건에 좌우되지 않고 법적으로 집행 가능하며 결제 결과가 실질적으로 차액결제와 동일한 방식으로 결제할 수 있는 경우 상계가 가능함이 명확히 규정되었습니다. 기업회계기준서 제1032호의 채택으로 인하여 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

해석서 제2121호 '부담금'

법규에 따라 정부에서 부과하는 부담금부채는 법규에 명시된 부담금 납부를 유발하는 활동(의무발생사건)이 발생하는 시점에 인식하도록 규정하고 있습니다.

해석서 제2121호의 채택으로 인하여 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

(3) 연결기준

당사는 기업회계기준서 제 1110호 '연결재무제표'에 따라 연결재무제표를 작성하고 있습니다.

1) 종속기업

종속기업은 당사가 지배하고 있는 모든 기업(특수목적기업 포함)입니다. 당사가 피투자자에 대한 관여로 변동이익에 노출되거나 변동이익에 대한 권리가 있고, 피투자자에 대하여 자신의 힘으로 그러한 이익에 영향을 미칠 능력이 있는 경우, 해당 피투자자를 지배합니다. 종속기업은 당사가 지배하게 되는 시점부터 연결에 포함되며, 지배력을 상실하는 시점부터 연결에서 제외됩니다.

당사의 사업결합은 취득법으로 회계처리 됩니다. 이전대가는 취득일의 공정가치로 측정하고,

사업결합으로 취득한 식별가능한 자산·부채 및 우발부채는 취득일의 공정가치로 최초 측정하고 있습니다. 당사는 청산 시 순자산의 비례적 몫을 제공하는 비지배지분을 사업결합 건별로 판단하여 피취득자의 순자산 중 비례적 지분으로 측정합니다. 취득관련원가는 발생 시 당기비용으로 인식됩니다.

이전대가, 피취득자에 대한 비지배지분의 금액과 취득자가 이전에 보유하고 있던 피취득자에 대한 지분의 취득일의 공정가치 합계액이 취득한 식별가능한 순자산을 초과하는 금액은 영업권으로 인식합니다. 또한, 이전대가 등이 취득한 종속기업 순자산의 공정가액보다 작다면, 그 차액은 당기손익으로 인식합니다.

당사 내의 기업간에 발생하는 거래로 인한 채권, 채무의 잔액, 수익과 비용 및 미실현이익 등은 제거됩니다. 또한 종속기업의 회계정책은 당사에서 채택한 회계정책을 일관성 있게 적용하기 위해 차이가 나는 경우 수정됩니다.

2) 지배력의 변동이 없는 종속기업에 대한 소유지분의 변동

지배력의 상실을 발생시키지 않는 비지배지분과의 거래는 자본거래, 즉 소유주로서의 자격을 행사하는 소유주와의 거래로 회계처리하고 있습니다. 지불한 대가의 공정가치와 종속기업의 순자산의 장부금액 중 취득한 지분 해당액과의 차이는 자본에 계상됩니다. 비지배지분의 처분에서 발생하는 손익 또한 자본에 반영됩니다.

3) 종속기업의 처분

당사가 지배력을 상실하는 경우 해당기업에 대해 계속 보유하게 되는 지분은 동시점에 공정가치로 재측정되며, 관련 차액은 당기손익으로 인식됩니다. 이러한 공정가치는 해당 지분이 후속적으로 관계기업, 공동지배기업 또는 금융자산으로 인식되는 경우의 최초 인식시 장부금액이 됩니다. 또한, 해당 기업에 대하여 이전에 계상하고 있던 기타포괄손익의 금액은 당사가 관련 자산과 부채를 직접 처분하였을 경우와 동일하게 회계처리하고 있습니다. 따라서 과거에 인식되었던 기타포괄손익 항목은 당기손익으로 재분류됩니다.

4) 비지배지분

당기순손익과 기타포괄손익의 각 구성요소는 지배회사의 소유주와 비지배지분에 귀속되며, 비지배지분이 부(-)의 잔액이 되더라도 총포괄손익은 지배회사의 소유주와 비지배지분에 귀속시키고 있습니다.

5) 관계기업

관계기업은 당사가 유의적 영향력을 행사할 수는 있으나 지배력은 없는 모든 기업으로, 일반적으로 당사가 의결권 있는 주식의 20% 내지 50%를 소유하고 있는 피투자 기업입니다. 관계기업 투자지분은 최초에 취득원가로 인식하며 지분법을 적용하여 회계처리합니다. 당사와 관계기업 간의 거래에서 발생한 미실현이익은 당사의 관계기업에 대한 지분에 해당하는 부분만큼 제거됩니다. 또한 관계기업 투자에 대한 객관적인 손상의 징후가 있는 경우 당사는 관계기업 투자의 회수가능액과 장부금액과의 차이는 손상차손으로 인식됩니다.

6) 공동약정

둘 이상의 당사자들이 공동지배력을 보유하는 공동약정은 공동영업 또는 공동기업으로 분류됩니다. 공동영업자는 공동영업의 자산과 부채에 대한 권리와 의무를 보유하며, 공동영업의 자산과 부채, 수익과 비용 중 자신의 몫을 인식합니다. 공동기업참여자는 공동기업의 순자산에 대한 권리를 가지며, 지분법을 적용합니다

(4) 외화환산

1) 기능통화와 표시통화

당사는 당사 내 개별기업의 재무제표에 포함되는 항목들을 각각의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경에서의 통화("기능통화")를 적용하여 측정하고 있습니다. 당사의 기능통화는 대한민국 원화(KRW)이며 연결재무제표는 대한민국 원화(KRW)로 표시되어 있습니다.

2) 외화거래와 보고기간 말의 외화환산

외화거래는 거래일의 환율 또는 재측정되는 항목인 경우 평가일의 환율을 적용한 기능통화로 인식되고, 외화거래의 결제나 화폐성 외화 자산·부채의 환산에서 발생하는 외환차이는 당기손익으로 인식됩니다. 비화폐성 금융자산·부채로부터 발생하는 외환차이는 공정가치 변동손익의 일부로 보아 당기손익인식지분상품으로부터 발생하는 외환차이는 당기손익으로, 매도가능지분상품의 외환차이는 기타포괄손익에 포함하여 인식됩니다.

3) 표시통화로의 환산

당사의 표시통화와 다른 기능통화를 가진 모든 당사 내 개별기업의 경영성과와 재무상태는 다음과 같은 방법으로 당사의 표시통화로 환산하고 있습니다.

가. 자산과 부채는 보고기간말의 마감환율로 환산하고 있습니다.

나. 손익계산서의 수익과 비용은 해당기간의 평균환율로 환산하고 있습니다. 다만, 이러한 평균환율이 거래일의 전반적인 누적환율효과에 대한 합리적인 근사치가 아닐 경우에는 해당 거래일의 환율로 환산하고 있습니다.

다. 위 가, 나,의 환산에서 발생하는 외환차이는 기타포괄손익으로 인식하고 있습니다

해외사업장에 대한 순투자 및 그러한 투자에 대한 위험회피 수단으로 지정된 차입금 또는 기타 통화상품에서 발생하는 외환차이는 기타포괄손익으로 인식하고 있습니다. 해외사업장을 일부 또는 전부 처분하는 경우, 자본에 인식한 순투자에 대한 외환차이는 손익계산서의 처분손익의 일부로 인식하고 있습니다. 종속기업에 대한 지배력을 상실하는 경우, 자본항목으로 인식한 외환차이의 누계액은 처분손익을 인식하는 시점에 당기손익으로 재분류하고 있습니다.

해외기업의 취득에서 발생하는 영업권과 공정가치 조정액은 해당 해외기업의 자산·부채로 간주하며, 해당 해외기업 기능통화의 마감환율로 환산하고 있으며 발생하는 외환차이는 기타포괄손익으로 인식하고 있습니다.

(5) 현금및현금성자산

현금및현금성자산은 보유중인 현금, 요구불예금 및 취득일 현재 확정된 금액의 현금으로 전환이 용이하고, 가치변동의 위험이 경미한 매우 유동적인 단기 투자자산으로 구성되어 있습니다.

(6) 금융자산

1) 분류

당사는 금융자산을 그 취득목적과 성격에 따라 당기손익인식금융자산과 대여금 및 수취채권, 매도가능금융자산, 만기보유금융자산으로 분류하고 있습니다. 경영진은 최초 인식시점에서 이러한 금융상품의 분류를 결정하고 있습니다.

당기손익인식금융자산

당기손익인식금융자산은 단기매매목적의 금융상품입니다. 당사는 주로 단기간 내에 매각할 목적으로 취득한 금융상품을 당기손익인식금융자산으로 분류합니다. 또한, 위험회피회계의 대상이 아닌 파생상품이나 내재파생상품을 포함한 금융상품으로부터 분리된 파생상품도 단기매매목적으로 분류합니다. 당기손익인식금융자산은 유동자산으로 분류하고 있습니다.

대여금 및 수취채권

대여금 및 수취채권은 지급금액이 확정되었거나 결정가능하며 활성시장에서 거래되지 않는 비파생금융자산입니다. 보고기간말 기준으로 만기가 12개월을 초과하는 경우에는 비유동자산으로 분류하며 이외의 경우 유동자산으로 분류하고 있습니다.

매도가능금융자산

매도가능금융자산은 매도가능금융자산으로 지정하거나, 다른 범주에 포함되지 않은 비파생 금융상품입니다. 매도가능금융자산은 보고기간말 기준으로 12개월 이내에 만기가 도래하거나 경영진이 처분할 의도가 있는 경우가 아니면 비유동자산으로 분류됩니다.

2) 인식과 측정

금융자산의 정형화된 매매거래는 매매일에 인식됩니다. 금융자산은 최초 인식시점에 공정가치로 측정하며, 거래원가는 당기손익인식금융자산을 제외한 금융자산은 공정가치에 가산하고 당기손익인식금융자산의 경우에는 당기비용으로 처리됩니다. 최초 인식 이후 매도가능금융자산과 당기손익인식금융자산은 후속적으로 공정가치로 측정되고, 대여금및수취채권과 만기보유금융자산은 유효이자율법을 적용하여 상각후원가로 측정됩니다.

당기손익인식금융자산의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식되고, 매도가능금융자산의 공정가치변동은 기타포괄손익에 계상되어 이를 처분하거나 손상을 인식하는 때 자본에서 당기손익으로 재분류됩니다.

유효이자율법을 적용하여 계산한 매도가능금융자산 및 만기보유금융자산의 이자는 금융수익으로 손익계산서에 인식되며 매도가능금융자산의 배당금은 당사의 배당금 수취 권리가 확정되는 시점에 기타수익으로 인식하고 있습니다.

3) 금융상품의 상계

금융자산과 금융부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계 권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할의도를 가지고 있는 경우 상계되고 재무상태표에 순액으로 표시됩니다.

4) 금융상품의 제거

당사는 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 당사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식하고 있습니다. 해당 금융부채는 재무상태표에 "차입금"으로 분류됩니다.

(7) 금융자산의 손상

당사는 금융자산 또는 금융자산 집합의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고 기간말에 평가하고, 그 결과 손상되었다는 객관적인 증거가 있으며 손상사건이 신뢰성 있게 추정할 수 있는 금융자산의 추정 미래현금흐름에 영향을 미친 경우에는 손상차손을 인식하고 있습니다.

대여금및수취채권의 손상은 대손충당금 계정으로 차감표시되며, 그 외의 금융자산은 장부금액에서 직접 차감됩니다. 당사는 금융자산을 더 이상 회수 하지 못할 것으로 판단되는 때에 해당 금융자산을 제각하고 있습니다.

당사가 금융자산이 손상되었다는 객관적인 증거에는 금융자산의 발행자나 지급의무자의 유의적인 재무적 어려움, 이자지급이나 원금상환의 연체, 재무적 어려움으로 당해 금융자산에 대한 활성시장의 소멸 등이 포함됩니다. 또한, 매도가능지분상품의 공정가치가 원가로부터 20% 이상 하락하거나 6개월 이상 지속적으로 하락하는 경우는 손상의 객관적인 증거에 해당됩니다.

(8) 매출채권

매출채권은 정상적인 영업과정에서 판매된 재고자산 및 제공된 용역과 관련하여 고객으로부터 수취할 금액입니다. 매출채권의 회수가 1년 이내에 예상되는 경우 유동자산으로 분류하고, 그렇지 않은 경우 비유동자산으로 분류합니다. 매출채권은 최초에 공정가치로 인식하며, 유효이자율을 적용한 상각후원가에서 대손충당금을 차감하여 측정하고 있습니다.

(9) 재고자산

재고자산은 원가와 순실현가능가치 중 작은 금액으로 표시하고 있습니다. 원가는 미작품을 제외하고는 평균법에 따라 결정하고 있습니다. 제품과 재공품의 원가는 디자인 비용, 원재료비, 직접노무비 및 기타 직접원가와 정상조업도에 근거한 관련 제조간접비로 이루어지며, 유희생산설비원가나 폐기비용은 제외하고 있습니다. 순실현가능가치는 정상적인 영업과정에서의 추정 판매가격에서 적용 가능한 변동 판매비용을차감한 금액입니다.

당사는 주기적으로 재고자산평가충당금의 중요한 변동을 발생시킬 가능성이 있는 미래의 제품수요 등을 검토하여 과잉, 진부화 및 시장가치의 하락 등이 발생한 경우 재고자산평가충당금을 계상하고 있으며 재고자산평가손실을 매출원가로 처리하고 있습니다.

(10) 매각예정분류자산집단

비유동자산(또는 처분자산집단)은 장부금액이 매각거래를 통하여 주로 회수되고, 매각될 가능성이 매우 높은 경우에 매각예정으로 분류되며, 그러한 자산은 장부금액과 순공정가치 중 작은 금액으로 측정됩니다.

(11) 유형자산

유형자산은 역사적 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 역사적 원가는 자산의 취득에 직접적으로 관련된 지출을 포함합니다. 후속원가는 자산으로부터 발생하는 미래의 경제적 효익이 당사에 유입될 가능성이 높으며 그 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 한하여 자산의 장부금액에 포함하거나 별도의 자산으로 인식하고 있습니다. 대체된 부분의 장부금액은 제거하고 있으며 그 외의 모든 수선 및 유지비는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

당사의 유형자산은 취득원가에서 당사가 추정한 추정내용연수에 따라 정액법에 의하여 상각됩니다. 토지는 상각되지 않으며, 자본화차입금이자를 포함한 장기건설자산의 취득에 사용된 원가는 관련자산의 추정내용연수 동안 상각됩니다.

각 자산별로 당사가 사용하고 있는 대표추정내용연수는 다음과 같습니다.

구 분	대표추정내용연수
건물 및 구축물	15, 30 년
기 계 장 치	5 년
기 타	5 년

당사는 매 회계연도 말에 유형자산의 감가상각방법, 잔존가치와 경제적 내용연수를 검토하고 필요한 경우 조정을 하고 있습니다. 자산의 장부금액이 추정 회수가능액을 초과하는 경우 자산의 장부금액을 회수가능액으로 즉시 감소시키고 있습니다. 자산의 처분 손익은 처분대가와 자산의 장부금액의 차이로 결정되며, 손익계산서의 기타수익 또는 비용으로 표시하고 있습니다.

(12) 무형자산

영업권은 취득시점에 취득하는 종속기업, 관계기업 및 공동기업, 사업 등의 순식별가능자산에 대한 당사의 지분에 해당하는 공정가치를 초과하여 지급한 대가에 해당하며 종속기업과 사업취득과 관련된 건은 무형자산으로, 관계기업 및 공동기업의 지분 취득과 관련한 건은 관계기업 및 공동기업 투자에 포함하여 계상하고 있습니다.

영업권을 제외한 무형자산은 역사적 원가로 최초 인식되고, 원가에서 상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액으로 표시됩니다.

내부적으로 창출한 무형자산인 개발비는 기술적 실현가능성, 미래경제적효익 등을 포함한 자산 인식요건이 충족된 시점 이후에 발생한 지출금액의 합계입니다. 회원권은 이용 가능 기

간에 대하여 예측가능한 제한이 없으므로 내용연수가 한정되지 않아 상각되지 않습니다. 특허권, 상표권 및 기타무형자산 등 한정된 내용연수를 가지는 무형자산은 추정내용연수동안 정액법에 따라 상각하고 있습니다.

각 자산별 대표추정내용연수는 다음과 같습니다

구 분	대표추정내용연수
개 발 비	2년
특허권, 상표권 및 기타무형자산	5년 ~ 10년

(13) 비금융자산의 손상

영업권이나 비한정내용연수를 가진 무형자산은 상각하지 않고 매년 손상검사를 실시하고 있습니다. 상각하는 자산의 경우 매 보고기간말에 장부금액이 회수가능하지 않을 수도 있음을 나타내는 환경의 변화나 사건이 있을 때마다 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상차손은 회수가능액을 초과하는 장부금액만큼 인식하고 있습니다. 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다. 손상을 측정하기 위한 목적으로 자산은 별도로 식별 가능한 현금흐름을 창출하는 가장 하위 수준의 집단(현금창출단위)으로 그룹화하고 있습니다. 손상차손을 인식한 경우, 영업권 이외의 비금융자산은 매 보고기간말에 손상차손의 환입가능성을 검토하고 있습니다.

(14) 금융부채

1) 분류 및 측정

당기손익인식금융부채는 단기매매목적의 금융상품입니다. 주로 단기간 내에 재매입할 목적으로 부담하는 금융부채는 단기매매금융부채로 분류됩니다. 또한, 위험회피회계의 대상이 아닌 파생상품이나 내재파생상품을 포함한 금융상품으로부터 분리된 파생상품도 단기매매금융부채로 분류됩니다.

당기손익인식금융부채, 금융보증계약, 금융자산의 양도가 제거조건을 충족하지 못하는 경우에 발생하는 금융부채를 제외한 모든 비파생금융부채를 상각후원가로 측정하는 금융부채로 분류되고 있으며, 재무상태표 상 "매입채무", "차입금" 및 "기타금융부채" 등으로 표시됩니다.

2) 제거

금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다.

(15) 매입채무

매입채무는 정상적인 영업과정에서 공급자로부터 취득한 재고자산 및 제공받은 용역과 관련하여 지급할 의무가 있는 금액입니다. 매입채무의 지급이 12개월 이내에 예상되는 경우 유동부채로 분류하고, 그렇지 아니한 경우 비유동부채로 분류합니다. 매입채무는 최초에 공정가

치로 인식하며, 후속적으로 유효이자율법을 사용한 상각후원가로 측정하고 있습니다.

(16) 차입금

차입금은 최초에 공정가치에서 거래비용을 차감한 가액으로 인식하며, 후속적으로 상각후원가로 측정하고 있습니다. 거래비용 차감 후 수취한 금액과 상환금액의 차이는 유효이자율법으로 상각하여 차입기간 동안 손익계산서에 인식하고 있습니다. 또한, 보고기간종료일 이후 12개월 이상 결제를 이연할 수 있는 무조건적인 권리가 있는 경우 비유동부채로 분류하며, 그렇지 않은 경우 유동부채로 분류하고 있습니다.

(17) 충당부채 및 우발부채

과거사건의 결과로 현재의 법적의무나 의제의무가 존재하고, 그 의무를 이행하기 위한 자원의 유출가능성이 높으며, 당해 금액의 신뢰성 있는 추정이 가능한 경우 당사는 충당부채를 인식하고 있습니다. 미래영업손실에 대하여는 충당부채를 인식하지 않습니다.

충당부채는 의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재가치로 측정하며, 현재가치 평가에 사용하는 할인율은 그 부채의 고유한 위험과 화폐의 시간가치에 대한 현행 시장의 평가를 반영한 세전이자율입니다. 시간경과로 인한 충당부채의 증가는 이자비용으로 인식하고 있습니다.

또한, 과거사건은 발생하였으나 불확실한 미래사건의 발생여부에 의해서 존재여부가 확인되는 잠재적인 의무가 있는 경우 또는 과거사건이나 거래의 결과 현재 의무가 존재하나 자원이 유출될 가능성이 매우 높지 않거나 당해 의무를 이행하여야 할 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우 우발부채로 주석기재하고 있습니다.

(18) 순확정급여부채

당사는 확정급여제도와 확정기여제도를 포함하는 다양한 형태의 퇴직연금제도를 운영하고 있습니다.

확정기여제도는 당사가 고정된 금액의 기여금을 별도 기금에 지급하는 퇴직연금제도입니다. 해당 기금이 현재나 과거 기간의 종업원 용역과 관련하여 지급하여야 할 급여전액을 지급하기에 충분한 자산을 보유하지 못하는 경우에도 당사는 추가적인 기여금을 납부할 법적 의무나 의제의무를 부담하지 않습니다. 확정기여제도와 관련하여 당사는 상장되거나 비상장으로 관리되고 있는 연금보험제도에 의무적으로나 계약에 의해 또는 자발적으로 기여금을 지급하고 있습니다. 기여금이 지급된 이후에 당사는 더 이상의 미래 의무를 부담하지 않습니다. 기여금은 그 지급기일에 종업원급여비용으로 인식됩니다. 선급 기여금은 초과 기여금으로 인해 미래 지급액이 감소하거나 현금이 환급되는 만큼을 자산으로 인식하고 있습니다.

확정급여제도는 확정기여제도를 제외한 모든 퇴직연금제도입니다. 일반적으로 확정급여제도는 연령, 근속연수나 급여수준 등의 요소에 의해 종업원이 퇴직할 때 지급받을 퇴직연금의 금액을 확정하고 있습니다. 확정급여제도와 관련하여 재무상태표에 계상된 부채는 보고기간말 현재 확정급여채무의 현재가치에 사외적립자산의 공정가치를 차감한 금액입니다. 확정급여채무는 매년 독립된 보험계리인에 의해 예측단위적립방식에 따라 산정됩니다. 확정급여채무의 현재가치는 급여가 지급될 통화로 표시되고 관련 확정급여채무의 지급시점과 만

기가 유사한 우량회사채의 이자율로 기대미래현금유출액을 할인하여 산정하고 있습니다.

보험수리적 가정의 변경 및 보험수리적 가정과 실제로 발생한 결과의 차이로 인해 발생하는 보험수리적손익은 발생한 기간의 기타포괄손익으로 인식하고 있으며, 과거근무원가는 발생 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(19) 금융보증계약

금융보증계약은 채무상품의 최초 계약조건이나 변경된 계약조건에 따라 지급기일에 특정 채무자가 지급하지 못하여 보유자가 입은 손실을 보상하기 위하여 특정금액을 지급하여야 하는 계약입니다. 금융보증계약은 최초 인식시 공정가치로 측정하며 후속 측정시 최초인식 금액의 미상각잔액을 초과하는 금액은 기타금융부채로 인식하고 있습니다.

(20) 당기법인세 및 이연법인세

당사의 법인세비용은 당기법인세와 이연법인세로 구성됩니다. 법인세는 기타포괄손익이나 자본에 직접 인식된 항목과 관련된 금액은 해당 항목에서 직접 인식하며, 이를 제외하고는 당기손익으로 인식됩니다. 법인세비용은 보고기간말 현재 제정되었거나 실질적으로 제정된 세법에 기초하여 측정됩니다.

이연법인세는 자산과 부채의 장부금액과 세무기준액의 차이로 정의되는 일시적 차이에 대하여 장부금액을 회수하거나 결제할 때의 예상 법인세효과로 인식됩니다. 다만, 사업결합 이외의 거래에서 자산·부채를 최초로 인식할 때 발생하는 이연법인세자산과 부채는 그 거래가 회계이익이나 과세소득에 영향을 미치지 않는다면 인식되지 않습니다. 이연법인세자산은 차감할 일시적차이가 사용될 수 있는 미래 과세소득의 발생가능성이 높은 경우에 인식됩니다.

중속기업, 관계기업 및 공동기업 투자지분과 관련된 가산할 일시적차이에 대하여 소멸시점을 통제할 수 있고 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸하지 않을 가능성이 높은 경우를 제외하고 이연법인세부채를 인식하고 있습니다. 또한 이러한 자산으로부터 발생하는 차감할 일시적차이에 대하여 일시적차이가 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높고 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득이 발생할 가능성이 높은 경우에만 이연법인세자산을 인식하고 있습니다.

이연법인세자산과 부채는 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한 권리를 당사가 보유하고, 이연법인세자산과 부채가 동일한 과세당국에 의해서 부과되는 법인세와 관련이 있으면서 순액으로 결제할 의도가 있는 경우에 상계됩니다.

(21) 파생상품

당사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피와 해외사업장에 대한 순투자에 대한 위험회피금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

(22) 배당금

배당금은 당사의 주주에 의해 승인된 시점에 부채로 인식하고 있습니다.

(23) 자본금

보통주와 상환의무 없는 우선주는 모두 자본으로 분류하고 있습니다. 당사가 당사의 보통주를 취득하는 경우, 직접거래원가를 포함하는 지급 대가는 그 보통주가 소각되거나 재발행 될 때까지 당사의 자본에서 차감하여 표시하고 있습니다. 이러한 자기주식이 재발행되는 경우, 수취한 대가는 당사의 주주에게 귀속되는 자본에 포함하고 있습니다.

(24) 수익인식

수익은 주로 당사의 통상적인 활동에서 발생하는 재화의 판매에 대하여 받았거나 받을 대가의 공정가액으로 구성되어 있습니다. 수익은 부가가치세, 반품, 판매장려금 및 가격 할인액을 차감한 순액으로 표시하며, 내부거래를 제거한 후의 금액으로 표시하고 있습니다.

당사는 수익금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있고, 미래의 경제적 효익이 당사에 유입될 가능성이 높으며, 다음에서 설명하고 있는 당사의 활동별 특정 요건을 충족하는 경우에 수익으로 인식하고 있습니다. 당사는 고객의 유형, 거래의 유형 및 개별 거래조건 등의 과거 자료를 바탕으로 판매와 관련된 우발상황을 신뢰성 있게 추정하여 수익금액을 측정하고 있습니다. 판매 계약 등의 각 구성항목이 다수인 경우 각 구성항목의 공정가치는 그 구성항목이 개별적으로 판매되는 경우의 현행 시장가치에 근거하여 결정됩니다. 각 구성항목의 공정가치를 결정할 수 없는 경우 총계약대가에서 제공하지 않은 구성항목의 공정가치를 차감한 가액을 근거로 제공한 구성항목의 공정가치로 계산하고 있습니다.

1) 재화의 판매

당사는 제품 및 상품에 대하여 재화의 소유에 따른 중요한 위험과 보상이 이전된 시점에 수익으로 인식하고 있습니다. 수익은 과거에 축적된 경험에 근거하여 판매시점에 과거의 경험에 근거하여 추정한 가격할인 및 반품금액을 차감한 순액으로 인식하고 있습니다.

2) 용역의 제공

용역제공거래에 대하여는 진행기준에 의하여 수익을 인식하고 있으며, 진행률은 총예정원가에 대한 실제누적발생원가의 비율에 따라 산정하고 있습니다.

3) 이자수익

이자수익은 시간의 경과에 따라 유효이자율법에 의하여 인식하고 있습니다. 채권 손상이 발생하는 경우 당사는 채권의 장부금액을 회수가 가능액(미래 예상현금흐름을 금융자산의 최초 유효이자율로 할인한 금액)까지 손상으로 인식하며, 시간의 경과에 따라 증가하는 부분은 이자수익으로 인식하고 있습니다. 손상채권에 대한 이자수익은 최초 유효이자율에 의하여 인식하고 있습니다.

4) 로열티수익

로열티수익은 계약의 실질에 따라 발생기준에 의하여 인식하고 있습니다.

5) 배당금수익

배당금수익은 배당금을 받을 권리가 확정되는 시점에 인식하고 있습니다.

(25) 정부보조금

정부보조금은 보조금의 수취와 정부보조금에 부가된 조건의 준수에 대한 합리적인 확신이 있을 때 공정가치로 인식됩니다. 자산관련보조금은 자산의 장부금액을 계산할 때 차감하여 표시되며, 수익관련보조금은 이연하여 정부보조금의 교부 목적과 관련된 비용에서 차감하여 표시됩니다.

(26) 주당이익

기본주당이익은 주주에게 귀속되는 손익계산서상 당기순이익을 보고기간 동안의 당사의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정한 것입니다.

희석주당이익은 주주에게 귀속되는 손익계산서상 당기순이익을 보고기간 동안의 당사의 가중평균 유통보통주식수와 가중평균 잠재적 희석증권주식수로 나누어 산정한 것입니다. 잠재적 희석증권은 희석효과가 발생하는 경우에만 희석주당이익의 계산에 반영됩니다.

(27) 영업부문

영업부문은 최고영업의사결정자에게 보고되는 부문별로 공시되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 영업부문에 배부될 자원과 영업부문의 성과를 평가하는데 책임이 있으며, 전략적 의사결정을 수행하는 경영위원회를 최고 의사결정자로 보고 있습니다.

(28) 연결재무제표의 승인

당사의 연결재무제표는 2014년 4월 29일 이사회에서 최종 승인되었습니다.

다. 중요한 회계추정 및 가정

당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다.

(1) 수익인식

당사는 설치 등의 서비스에 대하여 진행기준을 사용하고 있습니다. 진행기준은 당사가 발생 예정원가에 대한 실제발생원가의 비율을 추정할 것을 요구하고 있습니다. 현재의 수익은 장기프로젝트의 초기단계, 프로젝트 수행범위의 변동, 원가의 변동, 공기의 변동 및 고객의 계획변경과 관련 요소들에 의하여 변동될 수 있습니다.

(2) 판매보증충당부채

당사는 판매한 제품에 대하여 품질에 대한 보증의무를 부담하고 있습니다. 당사는 매 보고기간 말 미래와 현재의 보증의무를 제공하는데 필요하다고 판단되는 최선의 추정치를 기준으로 보증충당부채를 계상하고 있습니다. 이러한 최선의 추정치는 과거 경험에 기초하여 결정하고 있습니다.

(3) 금융상품의 공정가치

당사는 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치에 대하여 보고기간말 현재 주요한 시장상황을 기초로 다양한 평가기법 및 가정을 사용하여 결정하고 있습니다.

(4) 순확정급여부채

순확정급여부채는 많은 가정을 사용하는 보험수리적 방식에 의해 결정되는 다양한 요소들에 따라 달라질 수 있습니다. 퇴직연금의 순원가(이익)를 결정하는 데 사용되는 가정은 할인율을 포함하고 있으며, 이러한 가정의 변동은 순확정급여부채의 장부금액에 영향을 줄 것입니다. 당사는 매년 말 우량회사채 이자율을 고려하여 적절한 할인율을 결정하고 있으며, 이러한 할인율은 순확정급여부채의 정산 시 발생할 것으로 예상되는 미래의 추정 현금 유출액의 현재가치를 결정할 때 사용되어야 하는 이자율을 나타냅니다. 순확정급여부채와 관련된 다른 주요한 가정들은 일부 현재의 시장 상황에 근거하고 있습니다.

(5) 영업권의 손상

당사는 매년 영업권의 손상여부를 검토하고 있습니다. 현금창출단위의 회수가능금액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정하고 있습니다. 이러한 계산은 추정에 근거하여 이루어집니다.

(6) 법인세

당사의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. 당사는 보고기간말 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세효과를 최선의 추정과정을

거처 당기법인세 및 이연법인세로 인식하였습니다. 하지만 실제 미래 최종 법인세부담은 인식한 관련 자산·부채와 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 차이는 최종 세효과가 확정된 시점의 당기법인세 및 이연법인세 자산·부채에 영향을 줄 수 있습니다.

라. 한국채택국제회계기준으로의 전환

당사의 2010년 12월 31일에 종료하는 연차재무제표는 2010년 1월 1일을 한국채택국제회계기준의 채택일로 하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 비교표시된 2009년 12월 31일에 종료하는 연차재무제표 및 전환일의 재무상태표는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 작성되었으나, 2009년 1월 1일을 한국채택국제회계기준의 전환일로 하고 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'을 적용하여 재작성되었습니다.

(1) 회계정책의 주요 차이

당사가 선택한 한국채택국제회계기준 하의 회계정책과 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준 하의 회계정책간의 주요한 차이는 다음과 같습니다.

1) 한국채택국제회계기준의 최초채택

- 사업결합: 전환일 이전에 발생한 사업결합거래에 대해 기업회계기준서 제1103호의 규정을 소급하여 적용하지 아니함
- 간주원가로서의 공정가치: 당사는 전환일에 토지의 공정가치를 측정하여 이를 간주원가로 사용하였으며, 공정가치의 평가는 독립적인 제3자와의 거래조건에 따른 최근 시장거래에 근거하여 독립된 평가기관이 수행함
- 누적환산차이: 전환일에 모든 해외사업장에 대한 누적환산차이를 '영(0)'으로 간주함
- 종업원급여 : 보험수리적손익에 대하여 범위접근법을 채택하였으나 전환일에 누적된 보험수리적손익을 모두 인식함

2) 종업원급여

당사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 의하여 임직원 퇴직금 지급규정에 따라 보고기간종료일 현재 1년 이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하였으나, 한국채택국제회계기준에서는 보험수리적 방법에 따라 확정급여채무를 계상하였습니다.

3) 무형자산

당사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 개발활동과 관련하여 발생한 지출을 당기 비용으로 인식하였으나, 한국채택국제회계기준에서는 개발활동과 관련하여 발생한 지출 중 특정요건을 충족하는 경우에는 무형자산으로 인식합니다.

4) 사업결합으로 취득하는 영업권 또는 염가매수차익

당사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 사업결합으로 취득하는 영업권 또는 염가매수차익을 최초 발생연도부터 5년동안 정액법으로 상각 또는 환입하였습니다. 한국채택국제회계기준에서는 영업권 또는 염가매수차익을 상각 또는 환입하지 않으며, 영업권에

대해서는 매년 손상검사를 수행하고 염가매수차익은 당기손익으로 인식합니다.

(주) 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준의 부의 영업권을 한국채택국제회계기준에서는 염가매수차익이라 함

5) 금융자산 양도

당사는 매출채권 등 금융자산을 금융기관에 양도하는 경우 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 당사가 금융자산에 대한 통제권을 이전한 것으로 보아 매각거래로 인식하고 있었으나, 한국채택국제회계기준에서는 금융기관에 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상을 대부분 보유하고 있는 경우 금융자산을 제거하지 않고 금융부채로 인식합니다.

6) 이연법인세

당사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 이연법인세자산 및 이연법인세부채를 관련된 항목의 재무상태표상의 분류에 따라 유동·비유동으로 구분하며, 재무상태표상 항목과 관련되지 않은 경우에는 예상 소멸시기에 따라 유동·비유동 항목으로 구분 표시하였습니다. 한국채택국제회계기준에서는 이연법인세자산 및 이연법인세부채는 비유동 항목으로 표시하여야 합니다.

또한 당사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 종속기업 등에 대한 투자자산의 장부가액과 세무가액의 차이인 일시적차이에 대해 하나의 일시적차이로 보아 이연법인세자산 또는 이연법인세부채의 인식여부를 판단하였으나, 한국채택국제회계기준에서는 일시적차이의 소멸방법에 따라 이연법인세자산 또는 이연법인세부채를 인식합니다.

(2) 연결대상회사의 변동

전환일 현재 한국채택국제회계기준의 도입으로 인한 연결대상 종속기업의 증감내역은 다음과 같습니다.

구분	내역	법인명
증가	종전 주식회사의외부감사에관한법률(이하 '외감법') 시행령 제1조의3 제2항 1호에 의거 직전 사업연도말의 자산총액이 100억원에 미달하여 연결재무제표 작성대상 종속기업에서 제외되었으나, 한국채택국제회계기준에서는 연결대상기업에 포함됨	월드사이버게임즈, 삼성전자축구단, SEMES America, Samsung Electronics Ukraine, Samsung Electronics Romania, Samsung Electronics Kazakhstan, Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. Samsung Electronics Levant, Samsung Electronics Europe Holding, Batino Realty Corporation, Samsung Telecommunications Malaysia, Samsung Electronics Shenzhen, Samsung Electronics China R&D Center, Samsung Electronics Limited, Samsung Electronics Poland Manufacturing, Samsung Telecoms(UK)

증가	종전 조합은 법인격이 없는 기업으로 연결재무제표 작성대상 종속기업에서 제외되었으나, 한국채택국제회계기준에서는 연결대상기업에 포함됨	SVIC 6호 신기술투자조합, SVIC 7호 신기술투자조합, SVIC 14호 신기술투자조합
감소	종전 외감법 시행령 제1조의3 제1항 2호에 의거 의결권있는 주식을 30%초과 소유하면서 최다출자자로 연결대상회사에 포함되었으나, 한국채택국제회계기준에서는 실질지배력이 없다고 판단되어 연결대상회사에서 제외됨	삼성카드

(3) 당사의 재무상태, 경영성과 및 현금흐름에 미치는 영향

1) 2009년 1월 1일 (전환일) 현재 재무상태 조정내역(단위: 백만원)

구 분	자 산	부 채	자 본
한국채택국제회계기준 이전의 회계기준	105,300,650	42,376,696	62,923,954
조정사항:			
연결대상회사의 변동	(12,972,168)	(10,649,400)	(2,322,768)
토지재평가(*)	3,816,293	927,141	2,889,152
금융자산 양도	1,807,675	1,807,675	-
개발비 자산화	200,478	-	200,478
확정급여채무에 대한 보험수리적평가 및 종업원 누적유급휴가	-	186,978	(186,978)
투자지분에 대한 이연법인세 및 비유동 분류·상계	(1,434,287)	(1,332,886)	(101,401)
재무제표 표시	(95,064)	-	(95,064)
조인트벤처 및 관계회사의 한국채택국제회계기준 도입효과	155,163	-	155,163
조정사항에 따른 법인세효과	(141)	2,010	(2,151)
조정액 합계	(8,522,051)	(9,058,482)	536,431
한국채택국제회계기준	96,778,599	33,318,214	63,460,385

(*) 상기의 금액은 이연법인세 효과를 포함한 금액입니다.

2) 2009년 12월 31일 현재 재무상태 및 경영성과 조정내역(단위: 백만원)

구 분	자 산	부 채	자 본	총포괄손익
한국채택국제회계기준 이전의 회계기준	118,281,488	45,227,196	73,054,292	9,700,671
조정사항:				
연결대상회사의 변동	(10,120,256)	(7,372,830)	(2,747,426)	(489,504)
토지재평가(*)	3,804,404	924,525	2,879,879	(9,273)
금융자산 양도	754,969	754,969	-	-

개발비 자산화	214,451	-	214,451	13,973
확정급여채무에 대한 보험수리적 평가 및 종업원 누적유급휴가	-	153,357	(153,357)	33,621
투자지분에 대한 이연법인세 및 비유동 분류·상계	(874,056)	(564,016)	(310,040)	(200,099)
재무제표 표시	(143,058)	-	(143,058)	(47,994)
조인트벤처 및 관계회사의 한국채택국제회계기준 도입효과	266,742	-	266,742	111,579
조정사항에 따른 법인세효과	(4,895)	11,386	(16,281)	(14,130)
조정액 합계	(6,101,699)	(6,092,609)	(9,090)	(601,827)
한국채택국제회계기준	112,179,789	39,134,587	73,045,202	9,098,844

(*) 상기의 금액은 이연법인세 효과를 포함한 금액입니다.

3) 2009년 현금흐름 조정내역

한국채택국제회계기준에 따라 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따르면 별도 표시 되지 않았던 이자의 수취, 이자의 지급, 배당금수입, 법인세부담액을 현금흐름표상에 별도로 표시하기 위하여 관련 수익(비용) 및 관련 자산(부채)에 대한 현금흐름내역을 조정하였습니다. 한국채택국제회계기준에 따라 표시한 현금흐름표와 한국채택국제회계기준 이전의 회계 기준에 따라 표시한 현금흐름표 사이에 그 밖의 중요한 차이는 없습니다.

3. 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

구분	제 46 기 1분기	제 45 기	제 44 기	제 43 기	제 42 기
	2014년 3월말	2013년 12월말	2012년 12월말	2011년 12월말	2010년 12월말
[유동자산]	66,644,238	60,603,694	43,952,271	39,496,344	36,243,130
· 현금및현금성자산	4,196,127	2,030,307	2,269,422	2,718,731	1,826,362
· 단기금융상품	29,162,138	27,463,345	13,400,572	11,269,481	10,930,660
· 단기매도가능금융자산	1,928,385	1,488,527	1,258,873	655,969	1,159,144
· 매출채권	19,902,806	17,748,978	17,296,647	15,216,204	13,377,718
· 재고자산	5,784,682	5,880,463	5,326,417	5,451,432	4,750,964
· 기타	5,670,100	5,992,074	4,400,340	4,184,527	4,198,282
[비유동자산]	95,597,047	94,222,263	89,311,784	78,103,505	70,935,875
· 장기매도가능금융자산	3,324,455	3,956,952	3,618,727	2,969,023	2,690,819
· 종속기업, 관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산	42,362,661	42,258,049	39,478,292	25,464,768	22,631,419
· 유형자산	41,213,591	41,439,372	39,808,935	43,032,531	38,708,906
· 무형자산	2,633,449	2,495,302	2,464,948	2,447,791	2,439,491
· 기타	6,062,891	4,072,588	3,940,882	4,189,392	4,465,240
자산총계	162,241,285	154,825,957	133,264,055	117,599,849	107,179,005
[유동부채]	31,966,181	27,597,944	24,770,263	26,969,912	24,991,737
[비유동부채]	5,165,773	4,857,246	2,605,923	2,173,031	2,327,044
부채총계	37,131,954	32,455,190	27,376,186	29,142,943	27,318,781
[자본금]	897,514	897,514	897,514	897,514	897,514
[주식발행초과금]	4,403,893	4,403,893	4,403,893	4,403,893	4,403,893
[이익잉여금]	124,916,182	122,029,419	105,306,520	88,735,491	79,511,777
[기타자본항목]	△5,108,258	△4,960,059	△4,720,058	△5,579,992	△4,952,960
자본총계	125,109,331	122,370,767	105,887,869	88,456,906	79,860,224
	2014년 1월~3월	2013년 1월~12월	2012년 1월~12월	2011년 1월~12월	2010년 1월~12월
매출액	37,125,668	158,372,089	141,206,377	120,815,977	112,249,475
영업이익	5,876,222	21,807,005	18,510,436	9,758,083	12,377,566
당기순이익	4,968,366	17,929,520	17,398,530	10,048,192	13,262,281
기본주당순이익(단위 : 원)	32,951	118,946	115,576	66,995	88,972

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.(별도 기준) [△는 부 (-)의 수치임] ※ 기본주당순이익(보통주) 산출근거는 제42기 ~ 제45기 감사보고서 및 제46기 1분기 검토보고서 주석사항을 참조하십시오.

4. 재무정보 이용상의 유의점 (별도재무제표 기준)

가. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

(1) 삼성디스플레이 분할

- 분할기일: 2012년 4월 1일
- 분할비율: - (단순, 물적 분할로 분할비율 산정하지 않음)
- 분할목적: 디스플레이 시장의 급격한 변동성으로 인하여 LCD 사업의 경쟁력 강화를 위한 사업구조 재편이 강하게 요청됨에 따라, 분할되는 회사는 그 영위하는 사업 중 LCD 사업을 분리하여 디스플레이 부품사업을 독립적으로 운영하는 신설회사를 설립하여, 그 기술경쟁력을 강화하고 투자 및 중요전략에 관한 의사결정을 신속히 함으로써 디스플레이사업의 전문성을 제고하고 경영의 효율성을 강화하여 주주 가치를 극대화함.

- 주요 재무정보

(2011년 9월 30일 기준)

구 분 (단위:백만원)	분할 후	
	존속회사	신설회사
[비유동자산]	75,944,032	14,295,185
· 종속회사, 관계회사 및 조인트벤처투자	36,752,857	3,848,707
· 무형자산	2,338,346	197,014
· 기타 비유동자산	3,428,322	636,970
자산총계	109,473,276	18,666,218
[주식발행초과금]	4,403,893	14,617,186
자본총계	85,711,520	15,367,186
부채와 자본총계	109,473,276	18,666,218

※ 기타 합병 등의 정보는 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 8. 합병 등의 사후 정보를 참조하십시오.

나. 중요한 회계처리방침

(1) 재무제표 작성기준

당사의 2014년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다.

이 분기재무제표는 보고기간종료일인 2014년 3월 31일 현재 유효한 한국채택 국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(2) 회계정책과 공시의 변경

1) 당사가 채택한 제·개정 기준서

당사는 2014년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

기업회계기준서 제1032호 '금융상품: 표시'

기업회계기준서 제1032호 '금융상품: 표시'의 개정에 따라 상계권리가 미래 사건에 좌우되지 않고 법적으로 집행 가능하며 결제 결과가 실질적으로 차액결제와 동일한 방식으로 결제할 수 있는 경우 상계가 가능함이 명확히 규정되었습니다. 기업회계기준서 제1032호의 채택으로 인하여 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

해석서 제2121호 '부담금'

법규에 따라 정부에서 부과하는 부담금부채는 법규에 명시된 부담금 납부를 유발하는 활동(의무발생사건)이 발생하는 시점에 인식하도록 규정하고 있습니다.

해석서 제2121호의 채택으로 인하여 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

(3) 종속기업, 관계기업 및 공동기업

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 당사는 삼성디스플레이 및 Samsung Electronics America 등 153개의 종속기업과 삼성 SDI 등 36개의 관계기업 및 공동기업에 투자하고 있습니다

당사는 별도재무제표에서 종속기업, 관계기업 및 공동기업에 대한 투자를 기업회계기준서 제1027호 "별도재무제표"에 따라 원가법으로 처리하고 있습니다.

(4) 외화환산

1) 기능통화와 표시통화

당사는 재무제표에 포함되는 항목들을 당사의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경에서의

통화("기능통화")를 이용하여 측정하고 있습니다. 당사의 기능통화는 대한민국 원화(KRW)이며 재무제표는 대한민국 원화(KRW)로 표시되어 있습니다.

2) 외화거래와 보고기간종료일의 외화환산

외화거래는 거래일의 환율 또는 재측정되는 항목인 경우 평가일의 환율을 적용한 기능통화로 인식되고, 외화거래의 결제나 화폐성 외화 자산·부채의 환산에서 발생하는 외환차이는 당기손익으로 인식됩니다. 비화폐성 금융자산·부채로부터 발생하는 외환차이는 공정가치 변동손익의 일부로 보아 당기손익인식지분상품으로부터 발생하는 외환차이는 당기손익으로, 매도가능지분상품의 외환차이는 기타포괄손익에 포함하여 인식됩니다.

(5) 현금및현금성자산

현금및현금성자산은 보유중인 현금, 요구불예금 및 취득일 현재 확정된 금액의 현금으로 전환이 용이하고, 가치변동의 위험이 경미한 매우 유동적인 단기 투자자산으로 구성되어 있습니다.

(6) 금융자산

1) 분류

당사는 금융자산을 그 취득목적과 성격에 따라 당기손익인식금융자산과 대여금 및 수취채권, 매도가능금융자산, 만기보유금융자산으로 분류하고 있습니다. 경영진은 최초 인식시점에서 이러한 금융상품의 분류를 결정하고 있습니다.

당기손익인식금융자산

당기손익인식금융자산은 단기매매목적의 금융상품입니다. 당사는 주로 단기간 내에 매각할 목적으로 취득한 금융자산을 당기손익인식금융자산으로 분류합니다. 또한, 위험회피회계의 대상이 아닌 파생상품이나 내재파생상품을 포함한 금융상품으로부터 분리된 파생상품도 단기매매목적으로 분류합니다. 당기손익인식금융자산은 유동자산으로 분류하고 있습니다.

대여금 및 수취채권

대여금 및 수취채권은 지급금액이 확정되었거나 결정가능하며 활성시장에서 거래되지 않는 비파생금융자산입니다. 보고기간말 기준으로 만기가 12개월을 초과하는 경우에는 비유동자산으로 분류하며 이외의 경우 유동자산으로 분류하고 있습니다.

매도가능금융자산

매도가능금융자산은 매도가능금융자산으로 지정하거나, 다른 범주에 포함되지 않은 비파생 금융상품입니다. 매도가능금융자산은 보고기간말 기준으로 12개월 이내에 만기가 도래하거나 경영진이 처분할 의도가 있는 경우가 아니면 비유동자산으로 분류됩니다.

2) 인식과 측정

금융자산의 정형화된 매매거래는 매매일에 인식됩니다. 금융자산은 최초 인식시점에 공정가치로 측정하며, 거래원가는 당기손익인식금융자산을 제외한 금융자산은 공정가치에 가산하고 당기손익인식금융자산의 경우에는 당기비용으로 처리됩니다. 최초 인식 이후 매도가능금

용자산과 당기손익인식금융자산은 후속적으로 공정가치로 측정되고, 대여금및수취채권과 만기보유금융자산은 유효이자율법을 적용하여 상각후원가로 측정됩니다.

당기손익인식금융자산의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식되고, 매도가능금융자산의 공정가치변동은 기타포괄손익에 계상되어 이를 처분하거나 손상을 인식하는 때 자본에서 당기손익으로 재분류됩니다.

유효이자율법을 적용하여 계산한 매도가능금융자산 및 만기보유금융자산의 이자는 금융수익으로 손익계산서에 인식되며 매도가능금융자산의 배당금은 당사의 배당금 수취 권리가 확정되는 시점에 기타수익으로 인식하고 있습니다.

3) 금융상품의 상계

금융자산과 금융부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계 권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할의도를 가지고 있는 경우 상계되어 재무상태표에 순액으로 표시됩니다.

4) 금융상품의 제거

당사는 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 당사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식하고 있습니다. 해당 금융부채는 재무상태표에 "차입금"으로 분류됩니다.

(7) 금융자산의 손상

당사는 금융자산 또는 금융자산 집합의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고 기간말에 평가하고, 그 결과 손상되었다는 객관적인 증거가 있으며 손상사건이 신뢰성 있게 추정할 수 있는 금융자산의 추정 미래현금흐름에 영향을 미친 경우에는 손상차손을 인식하고 있습니다.

대여금및수취채권의 손상은 대손충당금 계정으로 차감표시되며, 그 외의 금융자산은 장부금액에서 직접 차감됩니다. 당사는 금융자산을 더 이상 회수하지 못할 것으로 판단되는 때에 해당 금융자산을 제각하고 있습니다.

금융자산이 손상되었다는 객관적인 증거에는 금융자산의 발행자나 지급의무자의 유의적인 재무적 어려움, 이자지급이나 원금상환의 연체, 재무적 어려움으로 당해 금융자산에 대한 활성시장의 소멸 등이 포함됩니다. 또한, 매도가능지분상품의 공정가치가 원가로부터 20% 이상 하락하거나 6개월 이상 지속적으로 하락하는 경우는 손상의 객관적인 증거에 해당됩니다.

(8) 매출채권

매출채권은 정상적인 영업과정에서 판매된 재고자산 및 제공된 용역과 관련하여 고객으로부터 수취할 금액입니다. 매출채권의 회수가 1년 이내에 예상되는 경우 유동자산으로 분류하고, 그렇지 않은 경우 비유동자산으로 분류합니다. 매출채권은 최초에 공정가치로 인식하며, 유

효이자율을 적용한 상각후원가에서 대손충당금을 차감하여 측정하고 있습니다.

(9) 재고자산

재고자산은 원가와 순실현가능가치 중 작은 금액으로 표시하고 있습니다. 원가는 미착품을 제외하고는 평균법에 따라 결정하고 있습니다. 제품과 재공품의 원가는 디자인 비용, 원재료비, 직접노무비 및 기타 직접원가와 정상조업도에 근거한 관련 제조간접비로 이루어지며, 유희생산설비원가나 폐기비용은 제외하고 있습니다. 순실현가능가치는 정상적인 영업과정에서의 추정 판매가격에서 적용 가능한 변동 판매비용을 차감한 금액입니다.

당사는 주기적으로 재고자산평가충당금의 중요한 변동을 발생시킬 가능성이 있는 미래의 제품수요 등을 검토하여 과잉, 진부화 및 시장가치의 하락 등이 발생한 경우 재고자산평가충당금을 계상하고 있습니다. 당사는 재고자산평가손실을 매출원가로 처리하고 있습니다.

(10) 매각예정분류자산집단

비유동자산(또는 처분자산집단)은 장부금액이 매각거래를 통하여 주로 회수되고, 매각될 가능성이 매우 높은 경우에 매각예정으로 분류되며, 그러한 자산은 장부금액과 순공정가치 중 작은 금액으로 측정됩니다.

(11) 유형자산

유형자산은 역사적 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 역사적 원가는 자산의 취득에 직접적으로 관련된 지출을 포함합니다. 후속원가는 자산으로부터 발생하는 미래의 경제적 효익이 당사에 유입될 가능성이 높으며 그 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 한하여 자산의 장부금액에 포함하거나 별도의 자산으로 인식하고 있습니다. 대체된 부분의 장부금액은 제거하고 있으며 그 외의 모든 수선 및 유지비는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

당사의 유형자산은 취득원가에서 당사가 추정한 추정내용연수에 따라 정액법에 의하여 상각됩니다. 토지는 상각되지 않으며, 자본화차입금이자율 포함한 장기건설자산의 취득에 사용된 원가는 관련자산의 추정내용연수 동안 상각됩니다.

각 자산별로 당사가 사용하고 있는 대표추정내용연수는 다음과 같습니다.

구 분	대표추정내용연수
건물 및 구축물	15, 30 년
기 계 장 치	5 년
기 타	5 년

당사는 매 회계연도 말에 유형자산의 감가상각방법, 잔존가치와 경제적 내용연수를 검토하고 필요한 경우 조정을 하고 있습니다. 자산의 장부금액이 추정 회수가능액을 초과하는 경우 자산의 장부금액을 회수가능액으로 즉시 감소시키고 있습니다. 자산의 처분 손익은 처분대가와 자산의 장부금액의 차이로 결정되며, 손익계산서의 기타수익, 또는 기타비용으로 표시

하고 있습니다.

(12) 무형자산

이전대가와 취득자가 이전에 보유하고 있던 피취득자에 대한 지분의 취득일 현재의 공정가치 합계액이 취득한 식별가능한 순자산을 초과하는 금액은 영업권으로 인식합니다.

영업권을 제외한 무형자산은 역사적 원가로 최초 인식되고, 원가에서 상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액으로 표시됩니다.

내부적으로 창출한 무형자산인 개발비는 기술적 실현가능성, 미래경제적효익 등을 포함한 자산 인식요건이 충족된 시점 이후에 발생한 지출금액의 합계입니다. 회원권은 이용 가능 기간에 대하여 예측가능한 제한이 없으므로 내용연수가 한정되지 않아 상각되지 않습니다. 특허권, 상표권 및 기타무형자산 등 한정된 내용연수를 가지는 무형자산은 추정내용연수동안 정액법에 따라 상각하고 있습니다.

각 자산별 대표추정내용연수는 다음과 같습니다

구 분	대표추정내용연수
개 발 비	2년
특허권, 상표권 및 기타무형자산	5년 ~ 10년

(13) 비금융자산의 손상

영업권이나 비한정내용연수를 가진 무형자산은 상각하지 않고 매년 손상검사를 실시하고 있습니다. 상각하는 자산의 경우 매 보고기간말에 장부금액이 회수가능하지 않을 수도 있음을 나타내는 환경의 변화나 사건이 있을 때마다 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상차손은 회수가능액을 초과하는 장부금액만큼 인식하고 있습니다. 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다. 손상을 측정하기 위한 목적으로 자산은 별도로 식별 가능한 현금흐름을 창출하는 가장 하위 수준의 집단(현금창출단위)으로 그룹화하고 있습니다. 손상차손을 인식한 경우, 영업권 이외의 비금융자산은 매 보고기간말에 손상차손의 환입가능성을 검토하고 있습니다.

(14) 금융부채

1) 분류 및 측정

당기손익인식금융부채는 단기매매목적의 금융상품입니다. 주로 단기간 내에 재매입할 목적으로 부담하는 금융부채는 단기매매금융부채로 분류됩니다. 또한, 위험회피회계의 대상이 아닌 파생상품이나 내재파생상품을 포함한 금융상품으로부터 분리된 파생상품도 단기매매금융부채로 분류됩니다.

당기손익인식금융부채, 금융보증계약, 금융자산의 양도가 제거조건을 충족하지 못하는 경우에 발생하는 금융부채를 제외한 모든 비파생금융부채를 상각후원가로 측정하는 금융부채로 분류되고 있으며, 재무상태표 상 "매입채무", "차입금" 및 "기타금융부채" 등으로 표시됩니다.

2) 제거

금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다.

(15) 매입채무

매입채무는 정상적인 영업과정에서 공급자로부터 취득한 재고자산 및 제공받은 용역과 관련하여 지급할 의무가 있는 금액입니다. 매입채무의 지급이 12개월 이내에 예상되는 경우 유동부채로 분류하고, 그렇지 아니한 경우 비유동부채로 분류합니다. 매입채무는 최초에 공정가치로 인식하며, 후속적으로 유효이자율법을 사용한 상각후원가로 측정하고 있습니다.

(16) 차입금

차입금은 최초에 공정가치에서 거래비용을 차감한 가액으로 인식하며, 후속적으로 상각후원가로 측정하고 있습니다. 거래비용 차감 후 수취한 금액과 상환금액의 차이는 유효이자율법으로 상각하여 차입기간 동안 손익계산서에 인식하고 있습니다. 또한, 보고기간종료일 이후 12개월 이상 결제를 이연할 수 있는 무조건적인 권리가 있는 경우 비유동부채로 분류하며, 그렇지 않은 경우 유동부채로 분류하고 있습니다.

(17) 충당부채 및 우발부채

과거사건의 결과로 현재의 법적의무나 의제의무가 존재하고, 그 의무를 이행하기 위한 자원의 유출가능성이 높으며, 당해 금액의 신뢰성 있는 추정이 가능한 경우 당사는 충당부채를 인식하고 있습니다. 미래영업손실에 대하여는 충당부채를 인식하지 않습니다.

충당부채는 의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재가치로 측정하며, 현재가치 평가에 사용하는 할인율은 그 부채의 고유한 위험과 화폐의 시간가치에 대한 현행 시장의 평가를 반영한 세전이자율입니다. 시간경과로 인한 충당부채의 증가는 이자비용으로 인식하고 있습니다.

또한, 과거사건은 발생하였으나 불확실한 미래사건의 발생여부에 의해서 존재여부가확인되

는 잠재적인 의무가 있는 경우 또는 과거사건이나 거래의 결과 현재 의무가 존재하나 자원이 유출될 가능성이 매우 높지 않거나 당해 의무를 이행하여야 할 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우 우발부채로 주석기재하고 있습니다.

(18) 순확정급여부채

당사는 확정급여제도를 운영하고 있습니다. 확정급여제도는 확정기여제도를 제외한 모든 퇴직연금제도입니다. 일반적으로 확정급여제도는 연령, 근속연수나 급여수준 등의 요소에 의해 종업원이 퇴직할 때 지급받을 퇴직연금급여의 금액을 확정하고 있습니다. 확정급여제도와 관련하여 채무상태표에 계상된 부채는 보고기간말 현재 확정급여채무의 현재가치에 사외적립자산의 공정가치를 차감한 금액입니다. 확정급여채무는 매년 독립된 보험계리인에 의해 예측단위적립방식에 따라 산정됩니다. 확정급여채무의 현재가치는 급여가 지급될 통화로 표시되고 관련 확정급여채무의 지급시점과 만기가 유사한 우량회사채의 이자율로 기대미래현금유출액을 할인하여 산정하고 있습니다.

보험수리적 가정의 변경 및 보험수리적 가정과 실제로 발생한 결과의 차이로 인해 발생하는 보험수리적손익은 발생한 기간의 기타포괄손익으로 인식하고 있으며, 과거근무원가는 발생 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(19) 금융보증계약

금융보증계약은 채무상품의 최초 계약조건이나 변경된 계약조건에 따라 지급기일에 특정 채무자가 지급하지 못하여 보유자가 입은 손실을 보상하기 위하여 특정금액을 지급하여야 하는 계약입니다. 금융보증계약은 최초 인식시 공정가치로 측정하며 후속 측정시 최초인식 금액의 미상각잔액을 초과하는 금액은 기타금융부채로 인식하고 있습니다.

(20) 당기법인세 및 이연법인세

당사의 법인세비용은 당기법인세와 이연법인세로 구성됩니다. 법인세는 기타포괄손익이나 자본에 직접 인식된 항목과 관련된 금액은 해당 항목에서 직접 인식하며, 이를 제외하고는 당기손익으로 인식됩니다. 법인세비용은 보고기간말 현재 제정되었거나 실질적으로 제정된 세법에 기초하여 측정됩니다.

이연법인세는 자산과 부채의 장부금액과 세무기준액의 차이로 정의되는 일시적 차이에 대하여 장부금액을 회수하거나 결제할 때의 예상 법인세효과로 인식됩니다. 다만, 사업결합 이외의 거래에서 자산, 부채를 최초로 인식할 때 발생하는 이연법인세자산과 부채는 그 거래가 회계이익이나 과세소득에 영향을 미치지 않는다면 인식되지 않습니다. 이연법인세자산은 차감할 일시적차이가 사용될 수 있는 미래 과세소득의 발생가능성이 높은 경우에 인식됩니다.

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자지분과 관련된 가산할 일시적차이에 대하여 소멸시점을 통제할 수 있고 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸하지 않을 가능성이 높은 경우를 제외하고 이연법인세부채를 인식하고 있습니다. 또한 이러한 자산으로부터 발생하는 차감할 일시적차이에 대하여 일시적차이가 예측가능한 미래에 소멸할가능성이 높고 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득이 발생할 가능성이 높은 경우에만 이연법인세자산을 인식하고 있습니다.

이연법인세자산과 부채는 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한 권리를 당사가 보유하고, 이연법인세자산과 부채가 동일한 과세당국에 의해서 부과되는 법인세와 관련이 있으면서 순액으로 결제할 의도가 있는 경우에 상계됩니다.

(21) 과생상품

당사는 과생상품의 계약에 따라 발생한 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피와 해외사업장에 대한 순투자에 대한 위험회피금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

(22) 배당금

배당금은 당사의 주주에 의해 승인된 시점에 부채로 인식하고 있습니다.

(23) 자본금

보통주와 상환의무 없는 우선주는 모두 자본으로 분류하고 있습니다. 당사가 당사의 보통주를 취득하는 경우, 직접거래원가를 포함하는 지급 대가는 그 보통주가 소각되거나 재발행 될 때까지 당사의 자본에서 차감하여 표시하고 있습니다. 이러한 자기주식이 재발행되는 경우, 수취한 대가는 당사의 주주에게 귀속되는 자본에 포함하고 있습니다.

(24) 수익인식

수익은 주로 당사의 통상적인 활동에서 발생하는 재화의 판매에 대하여 받았거나 받을 대가의 공정가액으로 구성되어 있습니다. 수익은 부가가치세, 반품, 판매장려금 및 가격 할인액을 차감한 순액으로 표시하며, 내부거래를 제거한 후의 금액으로 표시하고 있습니다.

당사는 수익금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있고, 미래의 경제적 효익이 당사에 유입될 가능성이 높으며, 다음에서 설명하고 있는 당사의 활동별 특정 요건을 충족하는 경우에 수익으로 인식하고 있습니다. 당사는 고객의 유형, 거래의 유형 및 개별 거래조건 등의 과거 자료를 바탕으로 판매와 관련된 우발상황을 신뢰성 있게 추정하여 수익금액을 측정하고 있습니다. 판매 계약 등의 각 구성항목이 다수인 경우 각 구성항목의 공정가치는 그 구성항목이 개별적으로 판매되는 경우의 현행 시장가치에 근거하여 결정됩니다. 각 구성항목의 공정가치를 결정할 수 없는 경우 총계약대가에서 제공하지 않은 구성항목의 공정가치를 차감한 가액을 근거로 제공한 구성항목의 공정가치로 계산하고 있습니다.

1) 재화의 판매

당사는 제품 및 상품에 대하여 재화의 소유에 따른 중요한 위험과 보상이 이전된 시점에 수익으로 인식하고 있습니다. 수익은 과거에 축적된 경험에 근거하여 판매시점에 과거의 경험에 근거하여 추정한 가격할인 및 반품금액을 차감한 순액으로 인식하고 있습니다.

2) 용역의 제공

용역제공거래에 대하여는 진행기준에 의하여 수익을 인식하고 있으며, 진행률은 총예정원가에 대한 실제누적발생원가의 비율에 따라 산정하고 있습니다.

3) 이자수익

이자수익은 시간의 경과에 따라 유효이자율법에 의하여 인식하고 있습니다. 채권 손상이 발생하는 경우 당사는 채권의 장부금액을 회수가능액(미래 예상현금흐름을 금융자산의 최초 유효이자율로 할인한 금액)까지 감액하며, 시간의 경과에 따라 증가하는 부분은 이자수익으로 인식하고 있습니다. 손상채권에 대한 이자수익은 최초 유효이자율에 의하여 인식하고 있습니다.

4) 로열티수익

로열티수익은 계약의 실질에 따라 발생기준에 의하여 인식하고 있습니다.

5) 배당금수익

배당금수익은 배당금을 받을 권리가 확정되는 시점에 인식하고 있습니다.

(25) 정부보조금

정부보조금은 보조금의 수취와 정부보조금에 부가된 조건의 준수에 대한 합리적인 확신이 있을 때 공정가치로 인식됩니다. 자산관련보조금은 자산의 장부금액을 계산할 때 차감하여 표시되며, 수익관련보조금은 이연하여 정부보조금의 교부 목적과 관련된 비용에서 차감하여 표시됩니다.

(26) 주당이익

기본주당이익은 주주에게 귀속되는 순익계산서상 당기순이익을 보고기간 동안의 당사의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정한 것입니다.

희석주당이익은 주주에게 귀속되는 순익계산서상 당기순이익을 보고기간 동안의 당사의 가중평균 유통보통주식수와 가중평균 잠재적 희석증권주식수로 나누어 산정한 것입니다. 잠재적 희석증권은 희석효과가 발생하는 경우에만 희석주당이익의 계산에 반영됩니다.

(27) 영업부문

영업부문은 최고영업의사결정자에게 보고되는 부문별로 공시되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 영업부문에 배부될 자원과 영업부문의 성과를 평가하는데 책임이 있으며, 전략적 의사결정을 수행하는 경영위원회를 최고 의사결정자로 보고 있습니다.

(28) 재무제표의 승인

당사의 재무제표는 2014년 4월 29일 이사회에서 최종 승인되었습니다.

다. 중요한 회계추정 및 가정

당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다.

(1) 수익인식

당사는 설치 등의 서비스에 대하여 진행기준을 사용하고 있습니다. 진행기준은 당사가 발생 예정원가에 대한 실제발생원가의 비율을 추정할 것을 요구하고 있습니다. 현재의 수익은 장기프로젝트의 초기단계, 프로젝트 수행범위의 변동, 원가의 변동, 공기의 변동 및 고객의 계획변경과 관련 요소들에 의하여 변동될 수 있습니다.

(2) 판매보증충당부채

당사는 판매한 제품에 대하여 품질에 대한 보증의무를 부담하고 있습니다. 당사는 매보고기간 말 미래와 현재의 보증의무를 제공하는데 필요하다고 판단되는 최선의 추정치를 기준으로 보증충당부채를 계상하고 있습니다. 이러한 최선의 추정치는 과거 경험에 기초하여 결정하고 있습니다.

(3) 금융상품의 공정가치

당사는 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치에 대하여 보고기간말 현재주요한 시장상황을 기초로 다양한 평가기법 및 가정을 사용하여 결정하고 있습니다.

(4) 순확정급여부채

순확정급여부채는 많은 가정을 사용하는 보험수리적 방식에 의해 결정되는 다양한 요소들에 따라 달라질 수 있습니다. 퇴직연금의 순원가(이익)를 결정하는 데 사용되는 가정은 할인율을 포함하고 있으며, 이러한 가정의 변동은 순확정급여부채의 장부금액에 영향을 줄 것입니다. 당사는 매년 말 우량회사채 이자율을 고려하여 적절한 할인율을 결정하고 있으며, 이러한 할인율은 순확정급여부채의 정산 시 발생할 것으로 예상되는 미래의 추정 현금 유출액의 현재가치를 결정할 때 사용되어야 하는 이자율을 나타냅니다. 순확정급여부채와 관련된 다른 주요한 가정들은 일부 현재의 시장 상황에 근거하고 있습니다.

(5) 영업권의 손상

당사는 매년 영업권의 손상여부를 검토하고 있습니다. 현금창출단위의 회수가능금액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정하고 있습니다. 이러한 계산은 추정에 근거하여 이루어집니다.

(6) 법인세

당사는 보고기간말 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세효과를 최선의 추정과정을 거쳐 당기법인세 및 이연법인세로 인식하였습니다. 하지만 실제 미래 최종 법인세부담은 인식한 관련 자산·부채와 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 차이는

최종 세효과가 확정된 시점의 당기법인세 및 이연법인세 자산·부채에 영향을 줄 수 있습니다.

라. 한국채택국제회계기준으로의 전환

당사의 2010년 12월 31일에 종료하는 회계기간에 대한 재무제표는 2010년 1월 1일을 한국채택국제회계기준의 채택일로 하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 비교표시된 2009년 12월 31일 현재의 재무상태표는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 작성되었으나, 2009년 1월 1일을 한국채택국제회계기준의 전환일로 하고 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'을 적용하여 재작성되었습니다.

(1) 회계정책의 주요 차이

당사가 선택한 한국채택국제회계기준 하의 회계정책과 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준 하의 회계정책간의 주요한 차이는 다음과 같습니다.

구분	한국채택회계기준의 회계정책	과거 회계기준의 회계정책
재무제표의 구성	재무상태표, 손익계산서, 포괄손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석으로 구성되며 연결재무제표를 기본으로 함	대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석으로 구성되며 별도재무제표를 기본으로 함
종업원 급여	보고기간종료일 현재의 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감하고 미인식 과거근무원가를 조정함. 확정급여채무는 독립된 보험계리인에 의하여보험수리적 가정을 이용하여 평가됨	임직원 퇴직금지급규정에 따라 보고기간종료일 현재 1년 이상 근속한 전임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총추계액을 퇴직급여충당부채로 계상함
무형자산	개발활동과 관련하여 발생한 지출 중 특정한 요건을 충족하는 경우에 무형자산으로 인식함	개발활동과 관련하여 발생한 지출을 당기비용으로 인식함
사업결합으로 취득하는 영업권 또는 영가매수차익	영업권 또는 영가매수차익을 상각 또는 환입하지 않으며 영업권에 대하여는 매년 손상검사를 수행하고 영가매수차익은 당기손익으로 인식함	영업권 또는 영가매수차익을 최초 발생연도부터 5년동안 정액법으로 상각 또는 환입함
금융자산 양도	금융기관에 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상을 대부분 보유하고 있는 경우 금융자산을 제거하지 않고 금융부채로 인식함	금융자산을 금융기관에 양도하는 경우 금융자산에 대한 통제권을 이전한 것으로 보아 매각거래로 인식함
이연법인세 자산 또는 부채의 표시	모든 이연법인세자산 또는 부채는 비유동항목으로 분류함. 또한 종속기업 등에 대한 투자자산의 장부가액과 세무가액의 차이인 일시적차이의 소멸방법에 따라 이연법인세자산(부채)를 인식함	관련된 자산 또는 부채 항목의 대차대조표 분류에 따라 유동자산(부채) 또는 비유동자산(부채)로 분류 및 비관련항목의 경우 예상 소멸시기에 따라 유동 및 비유동항목으로 구분표시함. 또한 종속기업 등에 대한 투자자산의 장부가액과 세무가액의 차이인 일시적차이에 대하여 하나의 일시적차이로 보아 이연법인세자산(부채)의 인식 여부를 판단함

연결대상 기업의 변동	다른 회사의 재무 및 영업 정책을 결정할 수 있는 능력이 있는 모든 회사를 연결대상 종속기업으로 판단하며 일반적으로 과반수 의결권을 보유하고 있는 경우를 종속기업으로 판단함	주식회사가 다른 회사의 의결권있는 주식 또는 출자지분의 100분의 50을 초과하여 소유 또는 다른 회사의 의결권있는 주식 등의 100분의 30을 초과하여 소유하면서 당해 다른 회사의 최대출자자인 경우 등 외감법 제 1조의2제2호에서 규정하는 지배, 종속관계에 있는 회사를 종속기업으로 판단
-------------	--	---

1) 한국채택국제회계기준의 최초채택

당사가 다른 한국채택국제회계기준서에 대한 면제조항으로 선택적으로 적용한 사항은 다음과 같습니다.

- 사업결합: 전환일 이전에 발생한 사업결합거래에 대해 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'의 규정을 소급하여 적용하지 않음
- 간주원가로서의 공정가치: 당사는 전환일에 토지의 공정가치를 측정하여 이를 간주원가로 사용하였으며, 공정가치의 평가는 독립적인 제3자와의 거래조건에 따른 최근 시장거래에 근거하여 독립된 평가기관이 수행함
- 전환일에 별도재무제표상 종속기업, 관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산에 대하여 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에서 계상된 장부가액을 간주원가로 적용함
- 종업원급여: 보험수리적손익에 대하여 범위접근법을 채택하였으나 전환일에 누적된 보험수리적손익을 모두 인식함

2) 종속기업 등에 대한 투자자산

당사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따른 별도재무제표에서 종속기업 등에 대한 투자자산에 대하여 지분법을 적용하였으나, 한국채택국제회계기준에 따른 별도재무제표를 작성하는 경우 종속기업, 관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산을 원가법을 적용하기로 선택하였습니다.

3) 종업원급여

당사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 의하여 임직원 퇴직금 지급규정에 따라 보고기간종료일 현재 1년 이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하였으나, 한국채택국제회계기준에서는 보험수리적 방법에 따라 확정급여채무를 계상하였습니다.

4) 무형자산

당사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 개발활동과 관련하여 발생한 지출을 당기 비용으로 인식하였으나, 한국채택국제회계기준에서는 개발활동과 관련하여 발생한 지

출 중 특정요건을 충족하는 경우에는 무형자산으로 인식합니다.

5) 사업결합으로 취득하는 영업권 또는 영업권 또는 영업권 또는 영업권

당사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 사업결합으로 취득하는 영업권 또는 영업권 또는 영업권 또는 영업권을 최초 발생연도부터 5년동안 정액법으로 상각 또는 환입하였습니다. 한국채택국제회계기준에서는 영업권 또는 영업권 또는 영업권 또는 영업권을 상각 또는 환입하지 않으며, 영업권에 대해서는 매년 손상검사를 수행하고 영업권 또는 영업권 또는 영업권 또는 영업권은 당기손익으로 인식합니다.

(주) 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준의 부의 영업권을 한국채택국제회계기준에서는 영업권 또는 영업권이라 함

6) 금융자산 양도

당사는 매출채권 등 금융자산을 금융기관에 양도하는 경우 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 당사가 금융자산에 대한 통제권을 이전한 것으로 보아 매각거래로 인식하고 있었으나, 한국채택국제회계기준에서는 금융기관에 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상을 대부분 보유하고 있는 경우 금융자산을 제거하지 않고 금융부채로 인식합니다.

7) 이연법인세

당사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 이연법인세자산 및 이연법인세부채를 관련된 항목의 재무상태표상의 분류에 따라 유동·비유동으로 구분하며, 재무상태표상 항목과 관련되지 않은 경우에는 예상 소멸시기에 따라 유동·비유동 항목으로 구분 표시하였습니다. 한국채택국제회계기준에서는 이연법인세자산 및 이연법인세부채는 비유동 항목으로 표시하여야 합니다.

또한 당사는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 종속기업 등에 대한 투자자산의 장부가액과 세무가액의 차이인 일시적차이에 대해 하나의 일시적차이로 보아 이연법인세자산 또는 이연법인세부채의 인식여부를 판단하였으나, 한국채택국제회계기준에서는 일시적차이의 소멸방법에 따라 전환일 시점의 이연법인세자산 또는 이연법인세부채를 인식합니다.

한편, 당사는 별도재무제표를 작성하는 경우 종속기업 등에 대한 투자자산에 대하여 원가법을 적용하기로 선택하였는 바, 전환일 시점 이후 종속기업 등에 대한 투자자산과 관련된 이연법인세자산 또는 이연법인세부채의 변동은 없습니다.

(2) 당사의 재무상태, 경영성과 및 현금흐름에 미치는 영향

1) 2009년 1월 1일 (전환일) 현재 재무상태 조정내역

(단위 : 백만원)

구분	자산	부채	자본
한국채택국제회계기준 이전의 회계기준	72,519,221	14,405,730	58,113,491
조정사항:			
토지재평가(*)	3,816,293	927,141	2,889,152

금융자산 양도	3,488,144	3,488,144	-
개발비 자산화	200,478	-	200,478
확정급여채무에 대한 보험수리적평가 및 종업원 누적유급휴가	-	202,971	(202,971)
투자지분에 대한 이연법인세 및 비유동 분류상계	(1,366,927)	(1,301,784)	(65,143)
조정사항에 따른 법인세효과	-	13	(13)
조정액 합계	6,137,988	3,316,485	2,821,503
한국채택국제회계기준	78,657,209	17,722,215	60,934,994

(*) 상기의 금액은 이연법인세 효과를 포함한 금액입니다.

2) 2009년 12월 31일 현재 재무상태 및 경영성과 조정내역

(단위 : 백만원)

구 분	자 산	부 채	자 본	총포괄손익
한국채택국제회계기준 이전의 회계기 준	86,024,154	19,199,443	66,824,711	9,116,540
조정사항:				
토지재평가(*)	3,804,404	924,525	2,879,879	(9,273)
금융자산 양도	3,579,760	3,579,760	-	-
개발비 자산화	214,451	-	214,451	13,973
확정급여채무에 대한 보험수리적 평가 및 종업원 누적유급휴가	-	175,702	(175,702)	27,269
투자지분에 대한 이연법인세 및 비유동 분류·상계	(854,084)	(1,033,936)	179,852	253,535
지분법 취소 및 배당금 수익	(3,159,331)	-	(3,159,331)	(3,095,399)
조정사항에 따른 법인세효과	-	9,394	(9,394)	(9,381)
조정액 합계	3,585,200	3,655,445	(70,245)	(2,819,276)
한국채택국제회계기준	89,609,354	22,854,888	66,754,466	6,297,264

(*) 상기의 금액은 이연법인세 효과를 포함한 금액입니다.

3) 2009년 현금흐름 조정내역

한국채택국제회계기준에 따라 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따르면 별도 표시 되지 않았던 이자의 수취, 이자의 지급, 배당금수입, 법인세부담액을 현금흐름표상에 별도로 표시하기 위하여 관련 수익(비용) 및 관련 자산(부채)에 대한 현금흐름내역을 조정하였습니다. 한국채택국제회계기준에 따라 표시한 현금흐름표와 한국채택국제회계기준 이전의 회계 기준에 따라 표시한 현금흐름표 사이에 그 밖의 중요한 차이는 없습니다.

IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항

삼일회계법인은 당사의 제44기, 제45기 감사 및 제46기 1분기 검토를 수행하였고, 감사관련하여 제44기, 제45기 감사의견은 모두 적정이며 제46기 1분기 검토결과 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다. 당사의 종속회사는 제46기 1분기말 현재 153개이며, 당기중에 감사인을 변경한 경우는 없습니다.

<제46기 1분기 검토일정>

구 분	사전검토	결산검토
연 결	2014.03.10 ~ 2014.03.28	2014.04.07 ~ 2014.05.09
별 도	2014.03.10 ~ 2014.03.28	2014.04.07 ~ 2014.05.09

[감사용역 체결 현황]

(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간
제46기 1분기	삼일회계법인	별도 및 연결 분기 재무제표 검토	584	6,708
제45기	삼일회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	3,840	44,702
제44기	삼일회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	3,660	43,572

당사의 감사인인 삼일회계법인은 회계감사 용역외에 하기 내용의 비감사용역을 수행하였으며, 당사는 용역의 대가로 제46기 1분기에 1,260백만원을 지급하였습니다.

[비감사용역 계약체결 현황]

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	보수	비고
제46기 1분기	2013년 9월	법인설립 및 인수, 분할 관련 자문업무	2014.01~2014.03	126	
	2013년 8월	관세 등 관련 자문업무	2014.01~2014.03	380	
	2013년 10월	프로세스 개선 자문업무	2014.01~2014.03	457	
		기타		297	
	소 계				1,260
제45기	2012년 11월	법인설립 및 인수, 분할 관련 자문업무	2013.01~2013.12	2,466	
	2012년 08월	관세 등 관련 자문업무	2013.01~2013.12	2,272	
	2012년 06월	프로세스 개선 자문업무	2013.01~2013.12	1,896	
		기타		1,573	
	소 계				8,207
제44기	2012년 01월	법인설립 및 인수관련 자문업무	2012.01~2012.12	3,520	
	2011년 01월	관세 등 관련 자문업무	2012.01~2012.12	3,995	
	2011년 11월	IP 관련 자문업무	2012.01~2012.12	1,287	
	2012년 01월	프로세스 개선 자문업무	2012.01~2012.12	2,815	
		기타		802	
	소 계				12,419

V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재예정)

VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2014년 1분기말 및 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(권오현, 윤부근, 신종균, 이상훈)과 사외이사 5인(이인호, 김한중, 송광수, 이병기, 김은미), 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다.

이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, CSR위원회 등 6개의 소위원회가 설치되어 운영중입니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사				
				이인호	김한중	송광수	이병기	김은미
1차	'14.01.24	① 2013년(제45기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건						
		② 2014년 경영계획 승인의 건						
		③ 경영위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		④ 삼성바이오로직스(주) 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		⑤ 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		※ 보고사항	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2차	'14.02.18	① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		③ 환경안전연구회 설치결과 보고의 건						
		① 제45기 정기주주총회 소집결정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참
		② 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참
		※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 - 제1호 : 제45기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 : 이사 보수한도 승인의 건						
③ 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참		
※ 보고사항								
① 준법점검결과 보고의 건								

다. 이사회내의 위원회

(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고
경영위원회	사내이사 4명	권오현, 윤부근, 신종균, 이상훈	하단 기재내용 참조	
내부거래위원회	사외이사 3명	이인호, 김한중, 송광수	하단 기재내용 참조	
보상위원회	사외이사 3명	송광수, 이인호, 이병기	하단 기재내용 참조	
CSR위원회	사외이사 5명	이병기, 이인호, 김한중, 송광수, 김은미	하단 기재내용 참조	

※ 이사회내의 위원회 구성현황은 2014년 1분기말 기준입니다.

※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 경영위원회

- 설치목적 : 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행해야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사항에 관하여 심의하고 결의한다.
경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

- 권한사항

경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함

1. 경영일반에 관한 사항

- 1) 회사의 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략
- 2) 주요 경영전략
- 3) 사업계획 · 사업구조 조정 추진
- 4) 해외 지점 · 법인의 설치, 이전 및 철수
- 5) 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진
- 6) 국내외 자회사 매입 또는 매각
- 7) 기타 주요 경영현황
- 8) 지점, 사업장의 설치 및 이전, 폐지
- 9) 지배인의 선임 또는 해임
- 10) 최근사업년도 생산액의 5%이상 생산중단, 폐업
- 11) 자기자본 0.5%이상 기술도입계약 체결 및 기술이전, 제휴
- 12) 자기자본 0.5%이상 신물질, 신기술관련 특허권 취득, 양수, 양도계약
- 13) 최근사업년도 매출액의 5%이상 상당 제품수거, 파기
- 14) 최근사업년도 매출액의 5%이상 상당 단일계약 체결
- 15) 최근사업년도 매출액의 5%이상 상당 단일판매 대행 또는 공급계약 체결 또는 해지
- 16) 조직의 운영에 관한 기본원칙
- 17) 급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙의 결정 및 변경
- 18) 명의개서 대리인의 선임, 해임 및 변경
- 19) 주주명부폐쇄 및 기준일 설정에 관한 사항
- 20) 업무추진 및 경영상 필요한 세칙의 제정
- 21) 건별 500억원 이상의 기부금. 단, 특수관계인 기부는 10억원 이상 50억원 미만

2. 재무 등에 관한 사항

- 1) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 타법인 출자, 처분

- 2) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 해외 직접투자
- 3) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 신규 담보제공 또는 신규 채무보증(기간 연장은 제외함)
 - 담보 : 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함.
 - 채무보증 : 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외함.
- 4) 자기자본 0.1%이상 5%미만 상당 신규 차입계약 체결 (기간 연장은 제외함)
- 5) 내부거래의 승인

내부거래라 함은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 10억원 이상 50억원 미만 상당의 자금(가지급금, 대여금 등), 유가증권(주식, 회사채 등) 또는 자산(부동산, 무체재산권 등)을 제공하거나 거래하는 행위(기존 계약을 중대한 변경 없이 갱신하는 경우는 제외함)
- 6) 사채발행
- 7) 자기자본 0.1% 이상의 부동산 취득 및 처분. 단, 제3자와의 거래로 인한 경우에 한함
- 8) 주요 시설투자 등 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

3. 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회에 권한에 속하는 사항 중 이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과 다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항

□ 내부거래위원회

- 설치목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함
- 권한사항
 - o 내부거래 보고 청취권

계열사와의 내부거래 현황에 대해 보고받을 수 있음

※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 50억 이상 대규모 내부거래는 사전 심의하고 그 이외의 거래에 있어서도 중요한 거래라고 판단하는 거래는 심의 및 의결할 수 있음
 - o 내부거래 직권조사 명령권
 - o 내부거래 시정조치 건의권

□ 보상위원회

- 설치목적 : 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함
- 권한사항
 - o 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도
 - o 등기이사에 대한 보상체계
 - o 기타 이사회에서 위임한 사항

□ CSR위원회

- 설치목적 : 기업의 사회적 책임을 다하고 공익에 이바지하기 위함
- 권한사항

- o 회사의 사회공헌과 연관된 사항
- o 위원회 산하 연구회 신설, 연구위원 선임 및 연구회 기본 운영방안 등
- o 기타 이사회에서 위임한 사항

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명 출석을 및 찬반여부
경영 위원회	'14.01.20	① 특허 계약 체결의 건	가결	해당사항 없음 (전원 사내이사로 구성)
		② 특허 계약 체결의 건	가결	
	③ 남아공 생산거점 진출의 건	가결		
'14.02.19	④ 충남삼성학원 제품기부의 건	가결		
	① 기술 라이선스 체결의 건	가결		
'14.03.19	② 자회사 청산의 건	가결		
	① 삼성전자축구단 지분 매각의 건	가결		

□ 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명		
				이인호 (출석률:50%)	김한중 (출석률:100%)	송광수 (출석률:100%)
				찬 반 여부		
내부거래 위원회	'14.01.23	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의	-	-	-	-
		1) 삼성바이오로직스 유상증자 참여의 건	-	-	-	-
	'14.02.18	- '13년 4분기 내부거래 현황 보고	-	-	-	-
내부거래 위원회	'14.02.18	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의	-	불참	-	-
		1) 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건	-	-	-	-

□ 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명		
				송광수 (출석률:100%)	이인호 (출석률:50%)	이병기 (출석률:100%)
				찬 반 여부		
보상 위원회	'14.02.13	① 보상위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
	'14.02.18	① 2014년 이사보수한도 사전 심의의 건	가결	찬성	불참	찬성

□ CSR위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명					
				이병기 (출석률:100%)	이인호 (출석률:100%)	김한중 (출석률:100%)	송광수 (출석률:100%)	김은미 (출석률:100%)	
				찬 반 여부					
CSR위원회									

				찬 반 여부				
CSR위원회	'14.01.24	① 환경안전연구회 설치 및 연구위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

① 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보 추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계
사내이사 (대표이사)	권오현	이사회	이사회 의장 DS부문 경영전반 총괄	해당없음	해당없음
사내이사 (대표이사)	윤부근	이사회	CE부문 경영전반 총괄	해당없음	해당없음
사내이사 (대표이사)	신종균	이사회	IM부문 경영전반 총괄	해당없음	해당없음
사내이사	이상훈	이사회	전사 경영지원업무 총괄	해당없음	해당없음
사외이사	이인호	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음
사외이사	김한중	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음
사외이사	송광수	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음
사외이사	이병기	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음
사외이사	김은미	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

※ 2014년 1분기말 기준입니다.

② 사외이사후보 추천위원회

주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 3인(김한중, 이병기, 김은미)과 사내이사 1인(권오현)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

③ 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육을 실시하고 있습니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 2014년 1분기말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다

성명	주요경력	비고
이인호	- 신한은행 고문 (2009~2011) - 신한금융지주회사 대표이사 사장 (2005~2009) - 신한은행 은행장(1999~2003)	사외이사
김한중	- 연세대학교 의과대학 명예교수 (2012~현재) - 연세대학교 총장 (2008~2012) - 연세대학교 의과대학 교수 (1982~2012)	사외이사
송광수	- 김&장 법률사무소 고문 (2007~현재) - 제33대 대검찰청 검찰총장 (2003~2005) - 대구고등검찰청 검사장 (2002~2003)	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계·재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사회로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

라. 감사위원회 주요 활동 내역

본 보고서 제출일 현재 감사위원회 주요 활동 내역은 아래 표를 참조하시기 바랍니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명		
				이인호	김한중	송광수

				(출석률:50%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)
				찬 반 여부		
감사 위원회	'14.01.23	- 제45기 재무제표 및 영업보고서 보고 - '13년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - '13년 4/4분기 비감사업무 수행 검토 보고 - 외부감사인 선임 계획 보고 - '13년 감사실적 보고	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	'14.02.18	- 외부감사인 선임 심의 및 승인 - 제45기 정기주주총회 부의 의안 검토 - '13년 내부감시장치 가동현황 보고	가결 - -	불참	찬성 - -	찬성 - -

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권

당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

4. 계열회사 등의 현황

- 기업집단의 명칭 : 삼성

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 삼성그룹에 속한 계열회사로서 2014년 1분기말 현재 삼성그룹에는 전년말 대비 2개 회사(삼성웰스토리, 삼성카드 고객서비스)가 증가하고, 3개 회사(삼성코닝정밀소재, 삼성에스엔에스, 글로벌텍)가 감소하여 74개의 국내 계열회사가 있습니다.

이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 17개사이며 비상장사는 57개사입니다.

(2014.3.31. 현재)

구분	회사수	회 사 명
상장사	17	삼성물산, 제일모직, 삼성전자, 삼성에스디아이, 삼성테크윈, 삼성전기, 삼성중공업, 삼성카드, 삼성생명보험, 호텔신라, 삼성화재해상보험, 삼성증권, 삼성정밀화학, 삼성엔지니어링, 에스원, 제일기획, 크레듀
비상장사	57	삼성에버랜드, 삼성석유화학, 삼성에스디에스, 삼성종합화학, 삼성토탈, 삼성라이온즈, 삼성경제연구소, 스테코, 삼성탈레스, 세메스, 삼성전자판매, 삼성전자서비스, 삼성전자로지텍, 한덕화학, 씨브이네트, 케어캠프, 올앳, 시큐아이, 가치네트, 오픈타이드코리아, 삼육오홀케어, 삼성선물, 삼성벤처투자, 삼성자산운용, 생보부동산신탁, 에스디플렉스, 월드사이버게임즈, 삼성화재손해사정서비스, 애니카자동차손해사정서비스, 에스코어, 삼성전자축구단, 휴먼티에스에스, 레이, 송도랜드마크시티, 에스원씨알엠, 오픈핸즈, 에스엔폴, 삼성메디슨, 삼성바이오로직스, 에스엠피, 에스티엠, 누리솔루션, 콜롬보코리아, 삼성생명서비스손해사정, 미라콤아이앤씨, 에스유머티리얼스, 네추럴나인, 삼성디스플레이, 삼성바이오에피스, 삼성코닝어드밴스드글라스, 대정해상풍력발전, 삼성에스알에이자산운용, 정암풍력발전, 성균관대학교기숙사, 삼성에스지엘탄소소재, 삼성웰스토리, 삼성카드고객서비스
합	74	

나. 관계기업 및 자회사의 지분현황

피출자회사 출자회사	삼성 물산	제일 모직	삼성 전자	삼성 SDI	삼성 전기	삼성 중공업	삼성 테크윈	호텔 신라	삼성 엔지니어링	제일 기획	삼성 정밀화학	에스원	삼성 SDS
삼성물산			4.1				4.3		7.8	12.6	5.6		17.1
제일모직			0.0			0.4	0.1		13.1		3.2		
삼성전자				20.4	23.7	17.6	25.5	5.1		2.6	8.4		22.6
삼성SDI	7.4							0.1			11.5	11.0	
삼성전기						2.4					0.3		7.9
삼성에버랜드						0.1							
삼성중공업													
삼성테크윈						0.1							
제일기획						0.1							
삼성정밀화학													
삼성종합화학													
삼성석유화학													
호텔신라											2.2		
에스원													
삼성경제연구소													
삼성SDS													
삼성생명보험	5.3	0.1	7.6	0.3		3.5	0.6	7.8	0.0			5.4	
삼성화재해상보험		0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	1.0	
삼성증권							2.0	3.1			0.0	1.3	
삼성카드		4.7						1.3		3.0		1.9	
가치네트													
삼성메디슨													
삼성디스플레이													
삼성바이오로직스													
SVIC 6호													
학교법인 성균관대학교													
계	12.7	4.8	12.9	20.6	23.7	24.3	32.4	17.4	22.0	18.3	31.1	20.6	47.5

※ 단위는 %, 기준일은 2014년 1분기말이며 보통주 기준임

피출자회사 출자회사	삼성 에버랜드	삼성 중합화학	삼성 토탈	삼성 석유화학	한덕 화학	삼성 라이온즈	삼성 경제 연구소	스테코	세메스	삼성 전자 서비스	월드 사이버 게임즈	삼성 전자 판매	삼성 전자 촉구단
삼성물산	1.5	38.7		27.3		7.5	1.0						
제일모직	4.0	0.9		21.4		15.0	1.0						
삼성전자		3.9		13.0		27.5	29.8	51.0	91.5	99.3	47.6	100.0	100.0
삼성SDI	4.0	10.7					28.6						
삼성전기	4.0	10.5				12.5	23.8						
삼성에버랜드						2.0							
삼성중공업							1.0						
삼성테크윈		26.5											
제일기획		0.3				3.0							
삼성정밀화학		3.6			50.0								
삼성중합화학			50.0										
삼성석유화학													
호텔신라													
에스원													
삼성경제연구소													
삼성SDS													
삼성생명보험							14.8						
삼성화재해상보험													
삼성증권													
삼성카드	5.0												
가치네트													
삼성메디슨													
삼성디스플레이													
삼성바이오로직스													
SVIC 6호													
학교법인 성균관대학교													
계	18.5	95.0	50.0	61.6	50.0	67.5	100.0	51.0	91.5	99.3	47.6	100.0	100.0

※ 단위는 %, 기준일은 2014년 1분기말이며 보통주 기준임

피출자회사 출자회사	삼성 전자 로지텍	삼성 디스 플레이	레이	삼성 메디슨	삼성 바이오 로직스	삼성 바이오 에피스	삼성코닝 어드밴스 드글라스	에스유 머터 리얼스	삼성 탈레스	씨브이 네트	케어 캠프	송도 랜드마크 시티	에스디 플렉스
삼성물산					7.3					40.1	52.8	41.4	
제일모직													50.0
삼성전자	100.0	84.8		68.5	44.5								
삼성SDI		15.2											
삼성전기													
삼성메버랜드					44.5								
삼성중공업													
삼성테크윈									50.0				
제일기획													
삼성정밀화학													
삼성중합화학													
삼성석유화학													
호텔신라													
에스원													
삼성경제연구소													
삼성SDS										9.4			
삼성생명보험													
삼성화재해상보험													
삼성증권													
삼성카드													
가치네트													
삼성메디슨													
삼성디스플레이							50.0	50.0					
삼성바이오로직스						88.2							
SVIC 6호			64.6										
학교법인 성균관대학교													
계	100.0	100.0	64.6	68.5	96.3	88.2	50.0	50.0	50.0	49.5	52.8	41.4	50.0

※ 단위는 %, 기준일은 2014년 1분기말이며 보통주 기준임

피출자회사 출자회사	콜롬보 코리아	네추럴 나인	삼성 웰스토리	대정해상 풍력발전	정암 풍력발전	시큐 아이	휴먼 티에스에 스	에스원 씨알엠	에스 앤폴	에스 엠피	에스 티엠	크레듀	가치 네트
삼성물산													
제일모직													
삼성전자													
삼성SDI											13.8		
삼성전기													
삼성에버랜드	100.0	51.0	100.0			8.7							21.0
삼성중공업				50.1	50.0								
삼성테크윈													
제일기획													
삼성정밀화학									100.0	50.0	50.0		
삼성종합화학													
삼성석유화학													
호텔신라													
에스원						52.2	100.0	93.4					
삼성경제연구소												15.2	5.2
삼성SDS						4.3						47.2	10.5
삼성생명보험												0.0	
삼성화재해상보험													
삼성증권													1.6
삼성카드													3.3
가치네트													
삼성메디슨													
삼성디스플레이													
삼성바이오로직스													
SVIC 6호													
학교법인 성균관대학교													
계	100.0	51.0	100.0	50.1	50.0	65.2	100.0	93.4	100.0	50.0	63.8	62.4	41.5

※ 단위는 %, 기준일은 2014년 1분기말이며 보통주 기준임

피출자회사 출자회사	오픈 타이드 코리아	에스 코어	오픈 핸즈	미래콤 아이앤씨	누리 솔루션	삼성 에스지엘 탄소소재	성균관 대학교 기숙사	삼성 생명 보험	생보 부동산 신탁	삼육오 홀케어	삼성생명 서비스 손해사정	삼성 에스알에이 자산운용
삼성물산												
제일모직												
삼성전자												
삼성SDI												
삼성전기								0.6				
삼성에버랜드								19.3				
삼성중공업												
삼성테크윈												
제일기획	10.4							0.2				
삼성정밀화학								0.5				
삼성종합화학												
삼성석유화학						50.0						
호텔신라												
에스원										19.2		
삼성경제연구소												
삼성SDS	72.6	94.8	100.0	100.0	100.0			0.4		28.8		
삼성생명보험									50.0		99.8	100.0
삼성화재해상보험												
삼성증권												
삼성카드												
가치네트										14.4		
삼성메디슨												
삼성디스플레이												
삼성바이오로직스												
SVIC 6호												
학교법인 성균관대학 교							100.0					
계	83.0	94.8	100.0	100.0	100.0	50.0	100.0	21.0	50.0	62.5	99.8	100.0

※ 단위는 %, 기준일은 2014년 1분기말이며 보통주 기준임

피출자회사 출자회사	삼성화재 해상보험	삼성화재 손해사정 서비스	애니카 자동차 손해사정	삼성 증권	삼성 카드	올넷	삼성카드 고객서비스	삼성 자산운용	삼성선물	삼성 벤처투자
삼성물산				0.3						
제일모직										
삼성전자					37.5					16.3
삼성SDI										16.3
삼성전기										17.0
삼성에버랜드						30.0				
삼성중공업								3.9		17.0
삼성테크윈										16.7
제일기획										
삼성정밀화학										
삼성종합화학										
삼성석유화학										
호텔신라										
에스원										
삼성경제연구소										
삼성SDS										
삼성생명보험	10.4			11.1	34.4			5.5	41.0	
삼성화재해상보험		99.9	100.0	8.0				1.2	4.0	
삼성증권				0.0	0.0			65.3	51.0	16.7
삼성카드	0.6					30.0	100.0			
가치네트										
삼성메디슨										
삼성디스플레이										
삼성바이오로직스										
SVIC 6호										
학교법인 성균관대학교										
계	11.0	99.9	100.0	19.4	71.9	60.0	100.0	75.8	96.0	100.0

※ 단위는 %, 기준일은 2014년 1분기말이며 보통주 기준임

[해외]

출자회사명	피출자회사명	지분율
삼성물산㈜	MYODO METAL CO., LTD.	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Japan Corporation	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T America Inc.	100.0
삼성물산㈜	Samsung Finance Corporation.	80.0
삼성물산㈜	Samsung E&C America, INC.	100.0
삼성물산㈜	SAMSUNG OIL & GAS USA CORP	90.0
삼성물산㈜	Samsung Renewable Energy Inc.	100.0
삼성물산㈜	SCNT Power Norte S. De R.L. de C.V.	100.0
삼성물산㈜	QSSC, S.A. de C.V.	60.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Oil & Gas Parallel	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Automation Inc.	70.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Canada Ltd.	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Deutschland GmbH	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T U.K. Ltd.	100.0
삼성물산㈜	Xiod Distribution	25.0
삼성물산㈜	Samsung C&T France S.A.S	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T ECUK Limited	100.0
삼성물산㈜	Whesoe Project Limited.	100.0
삼성물산㈜	SCNT Investment Atlantic SPRL	100.0
삼성물산㈜	POSS-SLPC, s.r.o	50.0
삼성물산㈜	Solluce Romania 1 B.V.	80.0
삼성물산㈜	SAM investment Manzanilo.B.V	53.3
삼성물산㈜	Solluce Slovenia 1 B.V.	80.0
삼성물산㈜	Ecosolar OOD	100.0
삼성물산㈜	Ecoenergy Solar OOD	100.0
삼성물산㈜	Agiriplam EOOD	100.0
삼성물산㈜	Fishtrade EOOD	100.0
삼성물산㈜	Manageprojekt EOOD	100.0
삼성물산㈜	Solar Park EOOD	100.0
삼성물산㈜	Veselinovo Energy OOD	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Construction Hunga	100.0
삼성물산㈜	Samsung Engineering & Construction(M) SDN.BHD.	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Malaysia SDN. BHD	100.0
삼성물산㈜	Erdsam Co., Ltd.	100.0
삼성물산㈜	Samsung Chemtech	51.7
삼성물산㈜	S-print Inc	40.0
삼성물산㈜	Cassava Investment Korea Pte. Ltd.	29.7
삼성물산㈜	P.T. Samsung Development	100.0
삼성물산㈜	Samsung Development (Thailand) Co., Ltd.	33.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	44.0
삼성물산㈜	Cheil Holding Inc.	40.0
삼성물산㈜	Samsung Const. Co. Phils.,Inc.	25.0
삼성물산㈜	Samsung Design Philippines Inc	100.0
삼성물산㈜	Samsung Oil & Gas(Timor Sea 06-102) Ltd.	100.0
삼성물산㈜	Samsugn Oil & Gas Australia PTY. LTD	100.0
삼성물산㈜	PT. INSAM BATUBARA ENERGY	95.0

삼성물산㈜	Samsung C&T India Pte., Ltd.	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Corporation India	100.0
삼성물산㈜	Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	70.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	100.0
삼성물산㈜	S&G Biofuel PTE.LTD	50.5
삼성물산㈜	SAMSUNG C&T Mongolia LLC.	70.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Eng.&Const. Mogolia	100.0
삼성물산㈜	SAMSUNG C&T HONGKONG Ltd.	100.0
삼성물산㈜	순덕성포강재가공유한공사	51.6
삼성물산㈜	Samsung C&T Taiwan Co., Ltd.	100.0
삼성물산㈜	Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	55.0
삼성물산㈜	Samsung E&C (Shanghai) Co.,Ltd.	100.0
삼성물산㈜	소주성포 강재가공유한공사	50.0
삼성물산㈜	Samsung Nigeria Co., Ltd.	99.9
삼성물산㈜	LOBINAVE – Estaleiro Naval do Lobito, Limitada	40.0
삼성물산㈜	SAMSUNG C&T CORPORATION SAUDI ARABIA	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T Chile Copper SpA	100.0
삼성물산㈜	Samsung C&T DO Brasil Participacoes LTDA	100.0
삼성물산㈜	Samsung Corporation Rus LLC	100.0
삼성물산㈜	KSI LLP	25.0
삼성물산㈜	JSC BALKHASH THERMAL POWER PLA	75.0
삼성물산㈜	Samsung SDI America, Inc.	8.3
삼성물산㈜	Samsung SDI (Malaysia) SDN. BHD.	6.4
삼성물산㈜	Samsung SDI (Hong Kong) Ltd.	2.4
삼성물산㈜	Samsung SDI Brasil Ltda.	0.0
삼성물산㈜	Beijing Samsung Real Estate Co., Ltd	10.0
Samsung C&T America Inc.	Meadowland Distribution	100.0
Samsung C&T America Inc.	SAMSUNG OIL & GAS USA CORP	10.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Green repower, LLC	100.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Solar Construction Inc.	100.0
Samsung C&T America Inc.	QSSC, S.A. de C.V.	20.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung C&T Automation Inc.	30.0
Samsung C&T America Inc.	S-print Inc	24.0
Samsung E&C America, INC	Samsung E&C RADIUS, INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SP Armow Wind Ontario LP Inc	50.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE WIND PA GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE WIND PA LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRS Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRS Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE K2 EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE K2 EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE K2 LP HOLDINGS LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE KS HOLDINGS GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE KS HOLDINGS LP	100.0

Samsung Renewable Energy Inc.	SOUTHGATE SOLAR GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SOUTHGATE SOLAR LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	WINDSOR SOLAR GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	WINDSOR SOLAR LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Wind GP Holding Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SP Ontario Wind Development LP	50.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SP Southgate Wind LP	50.0
Samsung Green repower, LLC	SOLAR PROJECTS SOLUTIONS,LLC	66.0
Samsung Green repower, LLC	SPS Atwell Island, LLC	100.0
Kingston Solar GP Inc.	Kingston Solar LP Inc.	0.0
K2 Wind Ontario Inc.	K2 Wind Ontario LP Inc	0.0
SP Armow Wind Ontario GP Inc	SP Armow Wind Ontario LP Inc	0.0
Samsung C&T Oil & Gas Parallel	PLL Holdings LLC	83.6
Samsung C&T Oil & Gas Parallel	PLL E&P LLC	90.0
SRE GRW EPC GP Inc.	SRE GRW EPC LP	0.0
SRE SKW EPC GP Inc.	SRE SKW EPC LP	0.0
PLL Holdings LLC	Parallel Petroleum LLC	61.0
SRE GRW LP Holdings LP	Grand Renewable Wind LP Inc.	44.5
SRE SKW LP Holdings LP	South Kent Wind LP Inc.	50.0
SRE WIND PA GP INC.	SRE WIND PA LP	0.0
SRE GRS Holdings GP Inc.	Grand Renewable Solar GP Inc.	50.0
SRE GRS Holdings GP Inc.	SRE GRS Holdings LP	0.0
SRE K2 EPC GP Inc.	SRE K2 EPC LP	0.0
SRE K2 LP HOLDINGS LP	K2 Wind Ontario LP	33.3
SRE KS HOLDINGS GP INC.	Kingston Solar GP Inc.	100.0
SRE KS HOLDINGS GP INC.	SRE KS HOLDINGS LP	0.0
SRE KS HOLDINGS LP	Kingston Solar LP Inc.	100.0
SOUTHGATE SOLAR GP INC.	SOUTHGATE SOLAR LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	K2 Wind Ontario Inc.	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SP Armow Wind Ontario GP Inc	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SP Southgate Wind GP	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SRE GRW LP Holdings LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SRE SKW LP Holdings LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SRE K2 LP HOLDINGS LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SP Ontario Wind Development GP	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	South Kent Wind GP Inc.	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	Grand Renewable Wind GP Inc.	50.0
SP Ontario Wind Development GP	SP Ontario Wind Development LP	0.0
South Kent Wind GP Inc.	South Kent Wind LP Inc.	0.0
Grand Renewable Wind GP Inc.	Grand Renewable Wind LP Inc.	0.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	Samsung C&T Italia S.A.R.L	100.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	SCNT Investment Atlantic SPRL	0.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	POSS-SLPC, s.r.o	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	Solluce Romania 1 B.V.	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	Solluce Slovenia 1 B.V.	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	S.C. Otelinox S.A	94.3
Samsung C&T Deutschland GmbH	KSI LLP	25.0
Samsung C&T U.K. Ltd.	Xiod Distribution	75.0
Samsung C&T U.K. Ltd.	Samsung Nigeria Co., Ltd.	0.1
Samsung C&T France S.A.S	Comptoir Des Produits Inoxydables S.A.S.	12.5

Solluce Romania 1 B.V.	LJG GREEN SOURCE ENERGY ALPHA	78.0
SAM investment Manzanilo.B.V	Terminal KMS de GNL S. de R.L de C.V	37.5
Solluce Slovenia 1 B.V.	ZE Solar 1 D.O.O.	70.0
Samsung Engineering & Construction(M) SDN.BHD.	SS KUKDONG JASATERA J/V	70.0
Cassava Investment Korea Pte.	PT. Cahaya Borneo Sukses Agros	49.0
Cassava Investment Korea Pte.	PT. Cassava Borneo Sukses Plan	49.0
Samsung C&T Thailand Co., Ltd	Samsung Development (Thailand) Co., Ltd.	67.0
Cheil Holding Inc.	Samsung Const. Co. Phils.,Inc.	75.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Samsung Chemtech	48.3
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	S-print Inc	16.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Cassava Investment Korea Pte. Ltd.	12.7
Samsung C&T Singapore Pte. Ltd	PT. INSAM BATUBARA ENERGY	5.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	30.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	S&G Biofuel PTE.LTD	12.6
S&G Biofuel PTE.LTD	PT. Gandaerah Hendana	95.0
S&G Biofuel PTE.LTD	PT. Inecda	95.0
SAMSUNG C&T HONGKONG Ltd.	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	13.2
SAMSUNG C&T HONGKONG Ltd.	천진국제무역공사	100.0
SAMSUNG C&T HONGKONG Ltd.	삼성무역 상해포동신구유한공사	100.0
SAMSUNG C&T HONGKONG Ltd.	Karson Industrial Co., Ltd.	100.0
SAMSUNG C&T HONGKONG Ltd.	삼성무역심천유한공사	100.0
SAMSUNG C&T HONGKONG Ltd.	Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	45.0
SAMSUNG C&T HONGKONG Ltd.	Samsung (China) Logistics Ltd.	100.0
SAMSUNG C&T HONGKONG Ltd.	Samsung Corporation (Gaugzhou) Limited.	100.0
SAMSUNG C&T HONGKONG Ltd.	소주성포 강재가공유한공사	20.0
Samsung (China) Logistics Ltd.	Samsung Logistics (Tianjin) Ltd	100.0
Samsung (China) Logistics Ltd.	심천삼성집운국제화운유한공사	100.0
Samsung C&T Chile Copper SpA	Pampa Camarones S.A.	46.5
S.C. Otelinox S.A	Comptoir Des Produits Inoxydables S.A.S.	87.5
삼성전자㈜	Samsung Japan Corporation	100.0
삼성전자㈜	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics America Inc.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Canada Inc.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	63.6
삼성전자㈜	Nvelo.Inc	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics (UK) Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics(London) Ltd.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Holding GmbH	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Iberia, S.A.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics France S.A.S	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Hungarian RT.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Italia S.P.A.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Europe Logistics B.V.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Benelux B.V.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Overseas B.V.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Portuguesa S.A.	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Austria GmbH	100.0
삼성전자㈜	Samsung Electronics Slovakia s.r.o	55.7

삼성전자(주)	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Display (M) Sdn Bhd	75.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Vina Electronics Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Asia Private Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung India Electronics Private Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.	100.0
삼성전자(주)	PT Samsung Electronics Indonesia	100.0
삼성전자(주)	Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	91.8
삼성전자(주)	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	69.1
삼성전자(주)	Samsung (CHINA) Investment Co.,Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing Co., Ltd.	87.1
삼성전자(주)	Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.	89.6
삼성전자(주)	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	48.2
삼성전자(주)	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.	90.0
삼성전자(주)	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	73.7
삼성전자(주)	Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication Co., Ltd.	95.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Shanghai Telecommunication Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Hainan Fiberoptics Co., Ltd	100.0
삼성전자(주)	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Egypt S.A.E	0.1
삼성전자(주)	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronica da Amazonia Ltda.	87.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Argentina S.A.	98.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Chile Limitada	4.1
삼성전자(주)	Samsung Electronics Rus Company LLC	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC	100.0
삼성전자(주)	Samsung Russia Service Centre LLC	100.0
삼성전자(주)	Samsung SDI Brasil Ltda.	0.1
삼성전자(주)	Tianjin Samsung LED Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Tianjin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd.	82.0
삼성바이오에피스	SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED	100.0
삼성디스플레이(주)	Intellectual Keystone Technology LLC.	29.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Slovakia s.r.o.	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Suzhou Co., Ltd.	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Suzhou LCD Co., Ltd.	60.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Dongguan Co., Ltd.	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Tianjin Co., Ltd.	95.0
삼성디스플레이(주)	Novald GmbH	9.9
세메스(주)	SEMES America, Inc.	100.0
세메스(주)	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	100.0

㈜삼성 메디슨	SonoAce Deutschland GmbH	100.0
㈜삼성 메디슨	Samsung Medison Europe B.V.	100.0
㈜삼성 메디슨	Samsung Medison India Private Ltd.	100.0
㈜삼성 메디슨	Samsung Medison Shanghai Medical Instrument Co., Ltd.	100.0
㈜삼성 메디슨	Medison Medical Equipment Shanghai Co., Ltd.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	NexusDX, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	NeuroLogica Corp.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Receivables Corporation	38.1
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Semiconductor Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Intellectual Keystone Technology LLC.	17.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Information Systems America, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung International, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Telecommunications America LLC.	100.0
NexusDX, Inc.	Nanogen Recognomics GmbH	60.0
Samsung Semiconductor, Inc.	Grandis, Inc.	100.0
Samsung Semiconductor, Inc.	Samsung Austin Semiconductor LLC.	100.0
Samsung International, Inc.	Samsung Mexicana S.A. de C.V	100.0
Samsung Telecommunications America LLC.	Samsung Receivables Corporation	61.9
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV	100.0
Samsung Electronics (UK) Ltd.	Samsung Semiconductor Europe Limited	100.0
Samsung Electronics Holding GmbH	Samsung Semiconductor Europe GmbH	100.0
Samsung Electronics Holding GmbH	Samsung Electronics GmbH	100.0
Samsung Electronics Hungarian RT.	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	30.0
Samsung Electronics Hungarian RT.	Samsung Electronics Slovakia s.r.o	44.3
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	36.4
Samsung Electronics Benelux B.V.	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SI	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics West Africa	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics East Africa	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Egypt S.A.E	99.9
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Israel Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	99.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Turkey	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Levant Co., Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Morocco SARLAU	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Venezuela, C.A.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronica da Amazonia Ltda.	13.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Chile Limitada	95.9
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Peru S.A.C.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Rus LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Ukraine LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Ukraine Company LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung R&D Institute Rus LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Kazakhstan LLP	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics KZ and Central Asia LLP	100.0
Samsung Electronics Austria GmbH	Samsung Electronics Switzerland GmbH	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	70.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Romania LLC	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o	100.0

Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Greece S.A.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Nanoradio Design Center	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Denmark Research Center ApS	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung France Research Center SARL	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Cambridge Solution Centre Limited	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Novalied GmbH	40.0
Samsung Nanoradio Design Center	Nanoradio Hellas AE	100.0
Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	2.2
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Japan Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	25.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics New Zealand Limited	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Philippines Corporation	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung R&D Institute BanglaDesh	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Telecommunications Malaysia Sbn. Bhd.	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Vietnam THANGUYEN Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung SDI (Malaysia) SDN. BHD.	25.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electro-Mechanics Thailand Co., Ltd.	25.0
Samsung Asia Private Ltd.	iMarket Asia Co., Ltd.	11.3
PT Samsung Electronics Indonesia	PT Samsung Telecommunications Indonesia	99.0
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	iMarket Asia Co., Ltd.	11.3
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd.	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd	19.2
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Tianjin Mobile Development Center	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Network R&D Center China-Shenzhen	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung R&D Institute China-Xian	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing Co., Ltd.	12.9
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.	10.3
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	40.8
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Beijing Samsung Telecom R&D Center	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	26.3
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics China R&D Center	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics (Beijing) Service Company Limited	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Tianjin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd.	8.0
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Egypt S.A.E	0.1
Samsung Electronics Morocco SARLAU	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	1.0
Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc.	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	Samsung Electronica Colombia S.A.	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	Samsung Electronics Panama. S.A	100.0
Samsung Electronica da Amazonia Ltda.	Samsung Electronics Argentina S.A.	2.0
삼성SDI(주)	Intellectual Keystone Technology LLC.	17.0
삼성SDI(주)	Samsung SDI Japan co.Ltd	100.0
삼성SDI(주)	Samsung SDI America, Inc.	91.7
삼성SDI(주)	Samsung SDI Germany GmbH.	100.0
삼성SDI(주)	Samsung SDI Hungary Rt.	100.0
삼성SDI(주)	Samsung SDI Europe GmbH.	100.0
삼성SDI(주)	Samsung SDI (Malaysia) SDN. BHD.	68.6
삼성SDI(주)	Samsung SDI Vietnam Co., LTD.	100.0
삼성SDI(주)	Samsung SDI Energy Malaysia SD	100.0

삼성SDI(주)	Samsung SDI (Hong Kong) Ltd.	97.6
삼성SDI(주)	Samsung SDI China Co.,Ltd	100.0
삼성SDI(주)	Samsung SDI Brasil Ltda.	45.0
삼성SDI(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	8.7
Samsung SDI America, Inc.	Samsung SDI Mexico S.A. de C.V.	100.0
Samsung SDI America, Inc.	Samsung SDI Brasil Ltda.	40.4
Samsung SDI (Hong Kong) Ltd.	Shenzhen Samsung SDI Co., Ltd.	80.0
Samsung SDI (Hong Kong) Ltd.	Tianjin Samsung SDI Co., Ltd.	80.0
Samsung SDI (Hong Kong) Ltd.	Shanghai Samsung Electronic Devices Co., Ltd	60.3
Samsung SDI (Hong Kong) Ltd.	Samsung SDI Brasil Ltda.	14.5
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Japan Co., Ltd	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Japan Advanced Technology Co.,Ltd	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics America, Inc.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Gmbh	100.0
삼성전기(주)	Samsung hungary Electro-Mechanics Private Ltd Liability Company	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics(Thailand) Co., Ltd.	75.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Phils., Corp.	100.0
삼성전기(주)	Calamba Premier Realty Corporation.	39.8
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Pte., Ltd	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro Mechanics Vietnam Co., Ltd	100.0
삼성전기(주)	Dongguan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd	100.0
삼성전기(주)	Tianjin Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd	81.8
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics(HK) Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Samsung High-Tech Electro-Mechanics(Tianjin) Co., Ltd	95.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics(Shenzhen) Co., LTD	100.0
삼성전기(주)	Kunshan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd	100.0
삼성전기(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	8.7
Samsung Electro-Mechanics Japan Advanced Technology Co.,Ltd	Samsung Electro-Mechanics Nakhonratchasima Co.,Ltd.	100.0
Samsung Electro-Mechanics America, Inc.	Samsung Electro-Mechanics Do Brasil Intermediacoes	100.0
Calamba Premier Realty Corpora	BATINO REALTY CORPORATION	100.0
삼성화재해상보험(주)	Samsung Fire & Marine Management Corporation	100.0
삼성화재해상보험(주)	Samsung Fire & Marine Insurance Company of Europe Ltd.	100.0
삼성화재해상보험(주)	P.T. Asuransi Samsung Tugu	70.0
삼성화재해상보험(주)	Samsung Vina Insurance Co., Ltd.	75.0
삼성화재해상보험(주)	Samsung Reinsurance Pte., Ltd.	100.0
삼성화재해상보험(주)	삼성재산보험(중국)유한공사	100.0
삼성화재해상보험(주)	SAMSUNG FIRE & MARINE CONSULTORIA EM SEGUROS LTDA.	100.0
삼성토탈(주)	동관삼성토탈항공정소료유한공사	100.0
삼성토탈(주)	삼성토탈항공무역(상해)유한공사	100.0
삼성중공업(주)	Camellia Consulting Corporation	100.0
삼성중공업(주)	Samsung Wind Energy,Inc	100.0
삼성중공업(주)	Offshore 1 consulting Corporation	51.0
삼성중공업(주)	Samsung heavy Industries Hamburg GmbH	100.0
삼성중공업(주)	Samsung Heavy Industries India Pvt.Ltd.	100.0
삼성중공업(주)	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (M) SDN.BHD	100.0
삼성중공업(주)	삼성중공업(영파)유한공사	100.0
삼성중공업(주)	삼성중공업(영성)유한공사	100.0
삼성중공업(주)	영성가야선업유한공사	100.0
삼성중공업(주)	Samsung Heavy Industries Trade(Shanghai) Co.,Ltd	100.0

삼성중공업주	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA Co., Ltd	100.0
삼성중공업주	Samsung Heavy Industries Brazil	100.0
삼성중공업주	SHI BRAZIL CONSTRUCTION	100.0
Camellia Consulting Corporation	Oil & Gas Solution LLC	50.0
Offshore 1 consulting Corporat	AMEC Samsung Oil&Gas, LLC	51.0
삼성생명보험주	Samsung Life Investment (Ameri	100.0
삼성생명보험주	Samsung Life Investment (U.K.) Limited.	100.0
삼성생명보험주	30 GRESHAM STREET(JERSEY) LIMI	100.0
삼성생명보험주	THAI SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	28.7
삼성생명보험주	중항삼성인수보험유한공사	50.0
삼성생명보험주	Beijing Samsung Real Estate Co., Ltd	90.0
삼성자산운용(주)	Samsung Investment Management(Singapore)	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Investment Management(Hong Kong)	100.0
제일모직주	Intellectual Keystone Technology LLC.	24.0
제일모직주	SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES JAPAN	100.0
제일모직주	Samsung Chemical (USA), INC.	100.0
제일모직주	Starex Compounding America Inc	100.0
제일모직주	Samsung Chemical Europe Gmbh	100.0
제일모직주	Samsung Chemical Hungary Limited	100.0
제일모직주	Novald GmbH	50.1
제일모직주	SAMSUNG CHEMICAL(THAILAND) CO.	59.4
제일모직주	Samsung Chemical Material Trading(Shanghai) Co., Ltd.	100.0
제일모직주	천진삼성고신소료유한회사	100.0
제일모직주	동관삼성고신소료유한회사	100.0
제일모직주	Samsung Chemical Electronic Materials (SuZhou) Co., Ltd.	100.0
Starex Compounding America Inc.	STARCOM MEXICO	100.0
SAMSUNG CHEMICAL(THAILAND) CO.	Samsung Thai Engineering Co.,	19.0
삼성테크윈주	Techwin Engineering Center Co.	100.0
삼성테크윈주	Samsung Opto-Electronics America	100.0
삼성테크윈주	SAMSUNG TECHWIN EUROPE LIMITED	100.0
삼성테크윈주	Tianjin Samsung Techwin Opto-Electronics	95.0
삼성테크윈주	Shanghai Samsung Techwin	100.0
삼성테크윈주	SAMSUNG TECHWIN DO BRASIL EQUIPAMENTOS	100.0
삼성에버랜드주	Samsung Fashion America Inc.	100.0
삼성에버랜드주	Samsung Fashion S.r.L	100.0
삼성에버랜드주	COLOMBO VIA DELLA SPIGA S.R.L	100.0
삼성에버랜드주	Samsung Fashion Trading (Shang	100.0
삼성에버랜드주	Samsung Everland Inc. Vietnam	100.0
삼성에버랜드주	iMarket Asia Co., Ltd.	19.3
삼성웰스토리주	Shanghai Ever-Hongjun Business	51.0
㈜크레듀	Language Testing International	82.4
Opentide Greater China Co., Ltd.	Opentide China Co., Ltd.	100.0
Opentide Greater China Co., Ltd.	OpenTide Taiwan Co., Ltd.	100.0
Opentide Greater China Co., Ltd.	OpenTide Interactive Advertising Co.,Ltd	100.0
Opentide China Co., Ltd.	OpenTide e-Commerce Co., Ltd.	100.0
Opentide China Co., Ltd.	OpenTide Marketing Service Co., Ltd.	100.0
iMarket Asia Co., Ltd.	iMarket China Co., Ltd.	80.0
삼성석유화학주	Samsung Petrochemical (Shanghai) Co., Ltd.	100.0
삼성정밀화학주	Samsung Fine Chemicals Trading (Shanghai) Co., Ltd	100.0
삼성증권주	Samsung Securities (America), Inc.	100.0

삼성증권(주)	Samsung Securities (Europe) Limited.	100.0
삼성증권(주)	Samsung Securities (Asia) Limited.	100.0
삼성에스티에스(주)	Samsung SNS Europe, Ltd.	100.0
삼성에스티에스(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	40.6
삼성에스티에스(주)	Samsung SDS America, Inc.	100.0
삼성에스티에스(주)	Samsung SDS Europe Ltd.	100.0
삼성에스티에스(주)	Samsung SDS Global SCL Netherland Cooperatief U.A	100.0
삼성에스티에스(주)	Samsung SDS Asia Pacific Pte. Ltd.	100.0
삼성에스티에스(주)	Samsung SDS India Pvt. Ltd.	100.0
삼성에스티에스(주)	Samsung SDS China, Ltd.	100.0
삼성에스티에스(주)	Samsung SDS Latin America, Ltd.	99.7
미라콤아이앤씨	MIRACOM ASIA PACIFIC	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Latin America, Ltd	0.3
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Mexico, S.A. DE C.	99.0
Samsung SDS Europe Ltd.	Samsung SDS Global SCL Hungary	100.0
Samsung SDS Europe Ltd.	Samsung SDS Global SCL Slovaki	100.0
Samsung SDS Europe Ltd.	Samsung SDS Global SCL Netherland Cooperatief U.A	0.0
Samsung SDS Europe Ltd.	SAMSUNG SDS Global SCL Egypt C	100.0
Samsung SDS Europe Ltd.	Samsung SDS Global SCL Rus Lim	100.0
Samsung SDS Global SCL Netherland Cooperatief U.A	Samsung SDS Global SCL Rus Lim	0.0
Samsung SDS Asia Pacific Pte.	Samsung SDS GSCL Vietnam Co Ltd	51.0
Samsung SDS Asia Pacific Pte.	PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia	100.0
Samsung SDS Asia Pacific Pte.	Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd.	100.0
Samsung SDS Asia Pacific Pte.	Samsung SDS Global SCL Thailand Co., Ltd	100.0
Samsung SDS Asia Pacific Pte.	Samsung SDS Global SCL Malaysia SDN, BHD.	100.0
Samsung SDS Asia Pacific Pte.	Samsung SDS Global SCL Hong Kong Ltd	100.0
Samsung SDS China, Ltd.	Samsung SDS Global Development	100.0
Samsung SDS China, Ltd.	Samsung SDS Global SCL Beijing Co., Ltd	100.0
MIRACOM ASIA PACIFIC	MIRACOM CHINA	100.0
삼성엔지니어링(주)	Offshore 1 consulting Corporation	49.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering America Inc.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Magyarorszag Kft	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering (Malaysia) SDN, BHD.	100.0
삼성엔지니어링(주)	PT Samsung Engineering Indonesia Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Thai Engineering Co., Ltd.	81.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering India Private Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Vietnam Co	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Construction(Shanghai) Co., Ltd	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Saudi Arabia Ltd.	95.0
삼성엔지니어링(주)	Muharrqa Wastewater Services Company W.L.L.	64.8
삼성엔지니어링(주)	Muharrqa STP Company B.S.C.	5.1
삼성엔지니어링(주)	Muharrqa Holding Company 1 Limited	45.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung INGENIERIA MEXICO S.A DE C.V.	99.7
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria Minatitlan, S.A. De C.V.	99.9
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Trinidad Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria Manzanillo, S.A. De C.V.	99.9
삼성엔지니어링(주)	Grupo Samsung Ingenieria Mexico, S.A. De C.V.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria Energia S.A. De C.V.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering America Do Sul Projecto E Consultoria Ltda.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Bolivia S.	99.9

삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Kazakhstan LLP	100.0
Samsung Engineering America Inc	SEA Construction, LLC	100.0
Samsung Engineering (Malaysia)	Muharraq Wastewater Services Company W.L.L.	0.3
Samsung Thai Engineering Co.,	SAMSUNG CHEMICAL(THAILAND) CO.	40.6
Samsung Engineering India Private Ltd.	Samsung Saudi Arabia Ltd.	5.0
Samsung Saudi Arabia Ltd.	Samsung EPC Company limited	75.0
Muharraq Holding Company 1 Limited	Muharraq Holding Company 2 Lim	100.0
Muharraq Holding Company 2 Limited	Muharraq STP Company B.S.C.	88.7
(주)에스원	SOCM LLC	100.0
(주)에스원	Samsung Beijing Security Systems	100.0
(주)제일기획	Cheil USA Inc.	100.0
(주)제일기획	Cheil Central America Inc.	100.0
(주)제일기획	Cheil Europe Ltd.	100.0
(주)제일기획	Cheil Germany GmbH	100.0
(주)제일기획	Cheil France SAS	100.0
(주)제일기획	Cheil Nordic AB	100.0
(주)제일기획	Cheil India Pvt. Ltd.	100.0
(주)제일기획	Cheil (Thailand) Ltd.	100.0
(주)제일기획	Cheil Singapore Pte. Ltd.	100.0
(주)제일기획	Cheil Vietnam Co. Ltd.	90.0
(주)제일기획	Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc	100.0
(주)제일기획	Cheil Malaysia SDN BHD	100.0
(주)제일기획	Cheil China	100.0
(주)제일기획	Cheil Hong Kong Limited	100.0
(주)제일기획	Bravo Asia Limited	100.0
(주)제일기획	Bravo Asia-Shanghai	100.0
(주)제일기획	Cheil MEA FZ-LLC	100.0
(주)제일기획	Cheil South Africa Pty., Ltd.	100.0
(주)제일기획	CHEIL KENYA LIMITED	99.0
(주)제일기획	Cheil Brazil Communications Ltda.	100.0
(주)제일기획	Cheil Mexico Inc. SA de CV	98.0
(주)제일기획	Cheil Rus LLC	100.0
(주)제일기획	Cheil Ukraine LLC	100.0
(주)제일기획	Cheil Kazakhstan LLC	100.0
(주)호텔신라	Samsung Hospitality America	100.0
(주)호텔신라	New Jersey Int'l M.C.Inc.	100.0
(주)호텔신라	SAMSUNG HOSPITALITY U.K. Limited	100.0
(주)호텔신라	Shilla Travel Retail Pte.Ltd	100.0
(주)호텔신라	SHILLA LIMITED	100.0
(주)호텔신라	Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.	100.0
(주)호텔신라	SHILLA LIMITED	100.0
SVIC22호 신기술투자조합	RT SV CO-INVEST, LP	99.9
Cheil USA Inc.	The Barbarian Group, LLC	75.6
Cheil USA Inc.	McKinney Ventures LLC	100.0
Cheil USA Inc.	Cheil India Pvt. Ltd.	0.0
Cheil USA Inc.	Cheil Mexico Inc. SA de CV	2.0
Samsung Hospitality America	Samsung Hospitality EUROPE	100.0
Cheil Europe Ltd.	Beattie McGuinness Bungay Limited	75.3
Cheil Europe Ltd.	Cheil Italia S.r.l	100.0
Cheil Europe Ltd.	CHEIL SPAIN S.L	100.0

Cheil Europe Ltd.	CHEIL BENELUX B.V.	100.0
Cheil Germany GmbH	CHEIL AUSTRIA GMBH	100.0
Cheil Singapore Pte. Ltd.	Opentide Greater China Co., Ltd.	95.0
Cheil Hong Kong Limited	Opentide Greater China Co., Ltd.	3.1
Cheil MEA FZ-LLC	One Agency FZ LLC	100.0
Cheil MEA FZ-LLC	One Agency Istanbul Advertisement, Communication & Production LLC	0.0
Cheil South Africa Pty., Ltd.	CHEIL KENYA LIMITED	1.0
One Agency FZ LLC	One Agency Istanbul Advertisement, Communication & Production LLC	100.0
One Agency FZ LLC	One Agency Interior Design LLC	100.0
One Agency FZ LLC	One Agency Printing LLC	100.0

※ 단위는 %, 기준일은 2014년 1분기말, 보통주 기준임.

다. 관련법령상의 규제내용 등

○ “독점규제 및 공정거래에 관한 법률”상 상호출자제한기업집단 등

① 지정시기 : 2014년 4월 1일

② 규제내용 요약

- 상호출자의 금지
- 계열사 채무보증 금지
- 금융·보험사의 계열사 의결권 제한
- 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시
- 비상장사 중요사항 공시
- 기업집단 현황 등에 관한 공시

라. 타법인출자 현황

2014년 1분기말 현재 당사의 타법인 출자금액은 장부가 기준 45조 1,725억이며, 사업관련 등으로 출자하였습니다.

[2014.3.31 현재]

(단위 : 천주, 백만원, %)

구 분	계정과목	법인명 또는 종목명	최초 취득 일자	출자 목적	최초 취득 금액	기초잔액			증가(감소) 내역			기말잔액			최근 사업년도 재무현황		비고
						수량	지분율	장부가액	취득/처분		평가	수량	지분율	장부가액	총자산	당기 순손익	
									수량	금액							
매 주 가 액 내 역	상장	삼성SDI주	1977.01	경영참가 등	304	9,283	20.38	874,079	0	0	0	9,283	20.38	874,079	10,555,671	147,916	
	상장	삼성전기주	1977.01	경영참가 등	250	17,693	23.69	445,244	0	0	0	17,693	23.69	445,244	7,185,343	345,692	
	상장	삼성카드주	1988.12	경영참가 등	10,000	43,393	37.45	1,455,485	0	0	0	43,393	37.45	1,455,485	16,560,926	273,232	
	상장	삼성테크원주	1977.12	경영참가 등	336	13,527	25.46	235,638	0	0	0	13,527	25.46	235,638	3,434,224	133,039	
	비상장	스테코주	1995.06	사업관련	24,000	2,448	51.00	32,724	0	0	0	2,448	51.00	32,724	91,556	3,188	
	비상장	세메스주	1992.12	사업관련	1,000	2,167	91.30	70,817	6	1,087	0	2,173	91.54	71,904	669,232	38,062	취득
	비상장	삼성경제연구소주	1991.05	경영참가 등	320	3,576	29.80	24,942	0	0	0	3,576	29.80	24,942	123,875	5,014	
	비상장	삼성에스디에스주	1992.07	경영참가 등	6,160	17,472	22.58	560,827	0	0	0	17,472	22.58	560,827	5,300,100	325,983	
	비상장	삼성라이온즈주	1986.08	경영참가 등	240	55	27.50	-102	0	0	0	55	27.50	-102	65,889	-12,166	
	비상장	삼성전자서비스주	1998.01	사업관련	30,000	6,000	99.33	48,121	0	0	0	6,000	99.33	48,121	335,588	4,363	
	비상장	엠이엠씨코리아주)	1991.12	경영참가 등	36,000	3,440	20.00	35,286	0	0	0	3,440	20.00	35,286	266,963	5,418	
	비상장	삼성전자판매주	2000.12	사업관련	3,100	1,767	100.00	247,523	0	0	0	1,767	100.00	247,523	564,361	4,425	
	비상장	삼성전자로지텍주	1999.04	사업관련	76	1,011	100.00	46,669	0	0	0	1,011	100.00	46,669	140,733	3,185	
	비상장	에스에스엘엠	2012.04	경영참가 등	52,296	4,378	19.99	0	0	0	0	4,378	19.99	0	191,164	-64,194	
	비상장	삼성디스플레이주	2012.04	사업관련	16,009,547	221,969	84.78	18,509,307	0	0	0	221,969	84.78	18,509,307	35,754,894	2,400,779	
	비상장	SVIC 6호 투자조합	2005.07	사업관련	26,800	1	99.00	2,277	0	0	0	1	99.00	2,277	37,284	-10,041	
	비상장	SVIC 14호 투자조합	2009.05	사업관련	18,000	0	99.00	0	0	0	0	99.00	0	55,465	-1,882		
	비상장	SVIC 21호 투자조합	2011.11	사업관련	19,800	0	99.00	81,180	0	55	0	0	99.00	81,235	61,384	-11,804	출자
	비상장	SVIC 22호 투자조합	2011.11	사업관련	19,800	0	99.00	102,633	0	16,088	0	0	99.00	118,721	93,554	-4,497	출자
비상장	월드사이버게임즈	2003.11	사업관련	1	450	47.60	0	0	0	0	450	47.60	0	2,234	486		

	㈜	2															
비상장	삼성전자축구단 (주)	2008.1 2	사업관련	2,000	400	100.00	2,000	0	0	0	400	100.00	2,000	4,115	-26		
비상장	삼성메디슨	2011.0 2	사업관련	286,384	87,350	68.45	477,648	0	0	0	87,350	68.45	477,648	309,321	28,856		
비상장	삼성바이오로직스	2011.0 4	경영참가 등	30,000	5,058	42.55	244,665	2,091	84,700	0	7,149	44.49	329,365	653,426	-140,762	증자	
비상장	인텔렉추얼디스커 버리	2011.0 5	경영참가 등	5,000	1,784	15.71	5,241	0	0	0	1,784	15.71	5,241	48,125	12,619		
상장	삼성중공업㈜	1977.0 9	경영참가 등	125	40,676	17.61	1,547,708	0	0	-	40,676	17.61	1,295,519	17,427,147	632,205	평가	
상장	삼성정밀화학㈜	1995.0 5	경영참가 등	1,346	2,165	8.39	96,449	0	0	9,418	2,165	8.39	105,867	1,900,118	3,340	평가	
상장	호텔신라㈜	1979.1 2	경영참가 등	252	2,005	5.11	133,314	0	0	39,292	2,005	5.11	172,606	1,712,071	10,810	평가	
상장	제일기획㈜	1988.0 9	경영참가 등	185	2,999	2.61	82,465	0	0	-10,646	2,999	2.61	71,819	1,704,531	102,269	평가	
상장	에이테크솔루션	2009.1 1	경영참가 등	26,348	1,592	15.92	9,568	0	0	669	1,592	15.92	10,237	181,148	-1,340	평가	
상장	㈜아이마켓코리아	2000.1 2	경영참가 등	1,900	647	1.80	16,668	0	0	4,596	647	1.80	21,264	791,733	38,557	평가	
상장	㈜케이티스카이라 이프	2001.1 2	경영참가 등	3,344	240	0.50	7,092	0	0	-1,368	240	0.50	5,724	684,444	72,724	평가	
비상장	삼성석유화학㈜	1978.0 1	경영참가 등	100	514	12.96	80,347	0	0	0	514	12.96	80,347	883,798	-42,180		
비상장	삼성종합화학㈜	1988.0 7	경영참가 등	1,500	1,914	3.91	80,653	0	0	0	1,914	3.91	80,653	1,597,400	205,314		
비상장	기림기술금융㈜	1995.0 1	경영참가 등	5,000	1,000	17.24	5,000	0	0	0	1,000	17.24	5,000	85,615	691		
비상장	부산신항만㈜	1997.0 9	경영참가 등	590	1,135	0.98	5,677	0	0	0	1,135	0.98	5,677	682,137	35,726		
비상장	한국경제신문㈜	1987.0 5	경영참가 등	150	72	0.39	365	0	0	0	72	0.39	365	221,876	12,938		
비상장	브록스오메이션 아시아㈜	1999.0 6	경영참가 등	1,097	219	19.00	368	0	0	0	219	19.00	368	4,279	294		
비상장	삼성벤처투자㈜	1999.1 1	경영참가 등	4,900	980	16.33	7,021	0	0	0	980	16.33	7,021	64,049	2,575		
비상장	㈜싸이버뱅크	2000.1 2	경영참가 등	8,000	1,083	7.46	0	0	0	0	1,083	7.46	0	0	0		
비상장	화인칩스	2001.1 2	경영참가 등	10	2	3.81	10	0	0	0	2	3.81	10	3,231	361		
비상장	에스케이텔링크 (주)	2010.1 1	경영참가 등	4,357	15	1.13	4,357	0	0	0	15	1.13	4,357	253,332	16,093		
비상장	인켈	2006.1 1	경영참가 등	130	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	153,629	974		
비상장	(주)용평리조트	2007.0 5	경영참가 등	1,869	400	1.05	1,869	0	0	0	400	1.05	1,869	734,627	12,019		
비상장	에스컴(舊 삼보컴 퓨터)	2007.1 2	경영참가 등	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0.01	0	14,329	-7,482		
비상장	삼보컴퓨터(舊 티 지상보)	2012.0 9	경영참가 등	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0.01	0	37,940	1,467		
비상장	아이큐브투자조합	2009.1	경영참가	4,000	0	16.23	4,000	0	0	0	0	16.23	4,000	24,399	97		

	1호	2	등															
비상장	케이티와이브로인 프라	2010.07	경영참가 등	60,000	600	24.20	60,000	0	0	0	600	24.20	60,000	262,713	3,169			
비상장	신성건설	2010.07	경영참가 등	1	1	0.01	0	0	0	0	1	0.01	0	61,878	3,281			
비상장	우방	2010.07	경영참가 등	0	1	0.00	0	0	0	0	1	0.00	0	171,444	1,109			
비상장	희훈디앤지	2010.07	경영참가 등	0	2	0.02	0	0	0	0	2	0.02	0	42,516	-8,168			
비상장	대우산업개발	2012.12	경영참가 등	0	0	0.02	0	0	0	0	0	0.02	0	153,402	-51,563			
비상장	대우송도개발	2012.12	경영참가 등	0	9	0.02	0	0	0	0	9	0.02	0	1,217,768	-267,694			
비상장	자일자동차판매	2012.12	경영참가 등	0	1	0.00	0	0	0	0	1	0.00	0	318,071	-369			
비상장	JNT(반도체펀드)	2011.02	지분투자 등	1,800	0	24.00	3,360	0	0	0	0	24.00	3,360	13,647	-310			
비상장	SV(반도체펀드)	2011.02	지분투자 등	1,850	0	14.80	3,403	0	0	0	0	14.85	3,403	19,873	-1,730			
비상장	서울투자파트너스	2011.10	지분투자 등	1,550	0	19.40	3,047	0	-175	0	0	19.40	2,872	15,778	1,257	회수		
비상장	대신아주IB(반도체펀드)	2011.08	지분투자 등	258	0	3.00	2,277	0	-155	0	0	3.00	2,123	68,934	2,235	회수		
비상장	TS(반도체펀드)	2011.11	지분투자 등	1,700	0	20.48	3,400	0	-718	0	0	20.32	2,682	17,032	745	회수		
비상장	IMM(반도체펀드)	2011.11	지분투자 등	760	0	7.60	2,489	0	684	0	0	7.60	3,173	34,792	1,512	출자		
비상장	L&S(반도체펀드)	2012.07	지분투자 등	848	0	8.10	1,687	0	164	0	0	7.50	1,851	23,610	1,871	출자		
비상장	태원전기	2012.04	경영참가 등	16,544	9	15.00	17,072	36	0	0	45	15.00	17,072	82,347	5,386	배당		
비상장	판택	2013.06	사업관련	53,000	53,000	10.03	53,053	0	0	0	53,000	10.03	53,053	714,097	-619,909			
비상장	KTCNP-GC(반도체펀드)	2013.12	사업관련	960	0	3.56	960	0	0	0	0	3.56	960	25,578	-1,591			
상장	원익IPS	2013.12	사업관련	31,625	3,610	4.48	30,975	0	0	1,227	3,610	4.48	32,203	590,142	37,354	평가		
비상장	포스텍기술투자	2013.12	사업관련	600	0	10.00	600	0	0	0	0	10.00	600	118,613	3,514			
비상장	하이파이오니어투자신탁 1호	2011.09	사업관련	29,244	0	100.00	19,470	0	0	0	0	100.00	19,470	19,189	-303			
해외채권매도	비상장	SECA	1992.08	해외거점 확보	3,823	0	100.00	90,922	0	0	0	0	100.00	90,922	522,775	48,920		
	비상장	SEA	1978.07	해외거점 확보	59,362	492	100.00	4,861,334	0	0	0	492	100.00	4,861,334	11,316,048	56,864		
	비상장	SELA	1989.04	해외거점 확보	319	40	100.00	86,962	0	0	0	40	100.00	86,962	375,274	-26,800		
	비상장	SEM	1995.07	해외거점 확보	3,032	3,173	63.58	111,697	0	0	0	3,173	63.58	111,697	1,554,638	10,689		
	비상장	SEASA	1996.06	해외거점 확보	4,696	21,854	98.00	6,779	0	0	0	21,854	98.00	6,779	49,454	6,353		
	비상장	SEDA	1994.06	해외거점	13,224	62,816	87.04	577,483	0	0	0	62,816	87.04	577,483	3,429,136	914,548		

		1	확보		336						336				
비상장	SECH	2002.1 2	해외거점 확보	597	0	4.10	597	0	0	0	0	4.10	597	492,709	28,128
비상장	Nvelo, Inc.	2012.1 2	해외거점 확보	42,892	100	100.00	42,892	0	0	0	100	100.00	42,892	1,519	246
비상장	CMLA LLC	2008.0 2	경영참가 등	654	0	25.00	4,115	0	0	0	0	25.00	4,115	10,084	-728
비상장	SESA	1989.0 1	해외거점 확보	3,276	8,021	100.00	142,091	0	0	0	8,021	100.00	142,091	783,438	57,386
비상장	SENA	1992.0 3	해외거점 확보	392	1,000	100.00	69,372	0	0	0	1,000	100.00	69,372	533,252	39,394
비상장	SEH	1991.0 5	해외거점 확보	1,954	753	100.00	650,157	0	0	0	753	100.00	650,157	1,249,691	103,658
비상장	SEP	1982.0 9	해외거점 확보	204	1,751	100.00	37,616	0	0	0	1,751	100.00	37,616	132,631	8,139
비상장	SEF	1991.0 8	해외거점 확보	230	2,700	100.00	234,115	0	0	0	2,700	100.00	234,115	1,157,900	127,155
비상장	SEUK	1995.0 7	해외거점 확보	33,908	109,546	100.00	433,202	0	0	0	109,546	100.00	433,202	1,393,507	92,969
비상장	SEHG	1982.0 2	해외거점 확보	28,042	0	100.00	354,846	0	0	0	0	100.00	354,846	886,338	122,818
비상장	SEAG	2002.0 1	해외거점 확보	40	0	100.00	32,162	0	0	0	0	100.00	32,162	323,756	17,845
비상장	SEI	1993.0 5	해외거점 확보	862	677	100.00	143,181	0	0	0	677	100.00	143,181	1,004,423	70,337
비상장	SEBN	1995.0 7	해외거점 확보	236	500,285, 383	100.00	860,716	0	0	0	500,285, 383	100.00	860,716	1,290,124	25,233
비상장	SELS	1991.0 5	해외거점 확보	18,314	1,306	100.00	24,288	0	0	0	1,306	100.00	24,288	1,903,892	7,613
비상장	SEPOL	1996.0 4	해외거점 확보	5,462	106	100.00	78,267	0	0	0	106	100.00	78,267	557,370	41,945
비상장	SSA	1998.1 2	해외거점 확보	263	2,000	100.00	32,622	0	0	0	2,000	100.00	32,622	787,562	87,809
비상장	SESK	2002.0 6	해외거점 확보	8,976	0	55.68	263,767	0	0	0	0	55.68	263,767	1,764,078	140,825
비상장	SEEH	2008.0 1	해외거점 확보	4,214	0	100.00	1,304,648	0	0	0	0	100.00	1,304,648	5,780,302	-28,769
비상장	SEO	1997.0 1	해외거점 확보	120	0	100.00	-10,043	0	0	0	0	100.00	-10,043	173,644	-352
비상장	SRSC	1997.1 1	해외거점 확보	707	0	100.00	8,211	0	0	0	0	100.00	8,211	41,567	3,546
비상장	SERC	2006.0 1	해외거점 확보	24,877	0	100.00	180,079	0	0	0	0	100.00	180,079	1,410,054	-11,137
비상장	SERK	2007.0 7	해외거점 확보	4,600	0	100.00	204,555	0	0	0	0	100.00	204,555	1,122,495	69,837
비상장	SEAU	1987.1 1	해외거점 확보	392	53,200	100.00	111,964	0	0	0	53,200	100.00	111,964	578,624	31,998
비상장	SEMA	1989.0 9	해외거점 확보	4,378	16,247	100.00	153,602	0	0	0	16,247	100.00	153,602	277,354	33,000
비상장	SGE	1995.0 5	해외거점 확보	827	0	100.00	32,836	0	0	0	0	100.00	32,836	1,071,694	-13,157
비상장	SEEG	2012.0	해외거점	23	0		39	0	0	0	0	0.05	39	251,866	-11,788

		7	확보													
비상장	SEIN	1991.0 8	해외거점 확보	7,463	46	99.99	118,909	0	0	0	46	99.99	118,909	647,199	141,290	
비상장	SDMA	1995.0 3	해외거점 확보	21,876	71,400	75.00	244,382	0	0	0	71,400	75.00	244,382	814,820	70,830	
비상장	SIEL	1995.0 8	해외거점 확보	5,414	216,787	100.00	75,263	0	0	0	216,787	100.00	75,263	1,924,832	324,171	
비상장	SRI-B	2005.0 5	해외거점 확보	7,358	17	100.00	31,787	0	0	0	17	100.00	31,787	147,900	20,316	
비상장	SAVINA	1995.0 1	해외거점 확보	5,839	0	100.00	28,365	0	0	0	0	100.00	28,365	175,780	18,173	
비상장	TSE	1988.0 1	해외거점 확보	1,390	11,020	91.83	279,163	0	0	0	11,020	91.83	279,163	1,476,296	222,389	
비상장	STE	1996.0 1	해외거점 확보	4,206	0	49.00	4,474	0	0	0	0	49.00	4,474	23,979	-7	
비상장	SME	2003.0 5	해외거점 확보	4,796	17,100	100.00	7,644	0	0	0	17,100	100.00	7,644	814,104	36,427	
비상장	SAPL	2006.0 7	해외거점 확보	793	736,269	100.00	870,623	0	0	0	736,269	100.00	870,623	2,425,585	674,510	
비상장	SEHK	1988.0 9	해외거점 확보	349	274,250	100.00	79,033	0	0	0	274,250	100.00	79,033	1,188,620	37,977	
비상장	SET	1994.1 1	해외거점 확보	456	27,270	100.00	112,949	0	0	0	27,270	100.00	112,949	1,390,404	30,802	
비상장	SESS	1994.1 2	해외거점 확보	18,875	0	100.00	483,923	0	0	0	0	100.00	483,923	660,374	64,362	
비상장	SCIC	1996.0 3	해외거점 확보	23,253	0	100.00	617,941	0	0	0	0	100.00	617,941	8,406,438	743,369	
비상장	SEHZ	1992.1 2	해외거점 확보	792	0	89.56	255,535	0	0	0	0	89.56	255,535	4,599,200	1,012,728	
비상장	SSEC	1995.0 4	해외거점 확보	32,128	0	69.06	130,551	0	0	0	0	69.06	130,551	645,699	67,668	
비상장	TSEC	1993.0 4	해외거점 확보	15,064	0	48.20	138,101	0	0	0	0	48.20	138,101	907,752	155,258	
비상장	SSDP	1993.0 8	해외거점 확보	4,446	0	87.10	65,319	0	0	0	0	87.10	65,319	761,018	94,541	
비상장	TSTC	2001.0 3	해외거점 확보	10,813	0	90.00	490,041	0	0	0	0	90.00	490,041	2,939,027	767,822	
비상장	SSTC	2001.1 1	해외거점 확보	15,799	0	100.00	-1,186	0	0	0	0	100.00	-1,186	1,411	-4,958	
비상장	SSET	2002.0 2	해외거점 확보	6,009	0	60.00	121,624	0	0	0	0	95.00	121,624	88,698	7,122	
비상장	SESC	2002.0 9	해외거점 확보	5,471	0	73.70	34,028	0	0	0	0	73.70	34,028	846,670	58,194	
비상장	SSS	2001.0 1	해외거점 확보	1,200	0	100.00	19,189	0	0	0	0	100.00	19,189	1,310,109	130,082	
비상장	SEHF	2004.0 4	해외거점 확보	17,204	0	100.00	85,088	0	0	0	0	100.00	85,088	111,367	-7,855	
비상장	SSCR	2006.0 9	해외거점 확보	3,405	0	100.00	9,332	0	0	0	0	100.00	9,332	18,982	1,874	
비상장	TSOE	2010.0 4	해외거점 확보	33,837	167,199	82.00	93,154	0	0	0	167,199	82.00	93,154	241,957	34,236	
비상장	TSLED	2012.0	해외거점	119,519	0	100.00	119,519	0	0	0	0	100.00	119,519	457,896	15,570	

		4	확보														
비상장	SCS	2012.09	해외거점 확보	111,770	0	100.00	2,538,826	0	0	0	0	100.00	2,538,826	3,752,682	-40,537		
비상장	SJC	1975.12	해외거점 확보	273	1,560	100.00	370,647	0	0	0	1,560	100.00	370,647	1,174,832	2,866		
비상장	SRJ	1992.08	해외거점 확보	3,120	122	100.00	117,257	0	0	0	122	100.00	117,257	181,723	4,905		
비상장	TSST Japan	2004.03	경영참가 등	1,639	0	49.03	11,137	0	0	0	0	49.03	11,137	169,322	-41,875		
비상장	SDIB	1996.09	경영참가 등	3,110	586	0.08	0	0	0	0	586	0.08	0	49,372	10,088		
비상장	Semiconductor Portal	2002.12	경영참가 등	38	0	1.21	10	0	0	0	0	1.21	10	1,724	2,141		
비상장	FTS	2008.12	경영참가 등	1,952	116	41.50	563	0	0	0	116	41.50	563	2,710	406		
비상장	Nanosys, Inc	2010.08	경영참가 등	4,774	1,747	1.67	2,387	0	0	0	1,747	1.67	2,387	22,159	857		
비상장	ONE BLUE LLC	2011.07	경영참가 등	1,766	0	16.67	1,766	0	0	0	0	16.67	1,766	33,803	875		
비상장	TidalScale	2013.08	경영참가 등	1,112	2,882	18.98	1,112	0	0	0	2,882	18.98	1,112	1,214	-1,948		
비상장	Mantis Vision	2014.01	사업관련	1,594	0	0.00	0	301	1,594	0	301	3.53	1,594	3,236	-4,186	취득	
상장	Rambus	2010.01	사업관련	185,363	4,788	4.34	47,851	0	0	7,163	4,788	4.34	55,014	752,829	-36,931	평가	
상장	SEAGATE	2011.12	사업관련	788,454	12,539	3.80	743,161	0	0	9,507	12,539	3.80	752,668	9,754,138	2,011,378	평가	
합 계				18,590,973			45,261,470	2,434	103,324	-			45,172,464				

※ 별도기준으로 작성되었습니다.

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

다음은 기초 및 기말 현재 최대주주 및 그 특수관계인의 소유주식 변동내역입니다

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기초		기말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
이건희	본인	보통주	4,985,464	3.38	4,985,464	3.38	-
이건희	본인	우선주	12,398	0.05	12,398	0.05	-
삼성물산	특수관계인	보통주	5,976,362	4.06	5,976,362	4.06	-
삼성복지재단	특수관계인	보통주	89,683	0.06	89,683	0.06	-
삼성문화재단	특수관계인	보통주	37,615	0.03	37,615	0.03	-
홍라희	특수관계인	보통주	1,083,072	0.74	1,083,072	0.74	-
이재용	특수관계인	보통주	840,403	0.57	840,403	0.57	-
삼성생명	특수관계인	보통주	10,622,814	7.21	10,622,814	7.21	-
삼성생명	특수관계인	우선주	879	0.00	879	0.00	-
삼성생명 (특별계정)	특수관계인	보통주	514,098	0.35	501,062	0.34	장내매매
삼성생명 (특별계정)	특수관계인	우선주	26,379	0.12	24,222	0.11	장내매매
삼성화재	특수관계인	보통주	1,856,370	1.26	1,856,370	1.26	-
삼성화재 (특별계정)	특수관계인	보통주	143	0.00	143	0.00	-
삼성화재 (특별계정)	특수관계인	우선주	53	0.00	53	0.00	-
제일모직	특수관계인	보통주	9,679	0.01	9,679	0.01	-
권오현	특수관계인	보통주	3,000	0.00	3,000	0.00	-
이상훈	특수관계인	보통주	1,473	0.00	1,473	0.00	-
계		보통주	26,020,176	17.66	26,007,140	17.66	-
		우선주	39,709	0.17	37,552	0.16	-

※ 참고사항 : 최근 주주명부폐쇄일인 2013년말 기준 정용진 주주의 보유주식수는 293,500주입니다.
 특정주주의 보유 주식수에 대한 투자자의 이해제고 차원에서 참고사항으로 기재합니다.

[최대주주 관련 사항]

- 최대주주 : 이진희
- 학력 : 와세다대학교 상과대학 (1965)
 조지워싱턴대학교 경영대학원 (1966)

- 경력(최근 5년간) : 삼성전자 회장 (2010.3 ~)
 삼성전자 대표이사 회장 (1998.4 ~ 2008.4)
 전국경제인연합회 부회장 (1987 ~)
 국제올림픽위원회 위원 (1996 ~)

2. 주식의 분포현황

최근 주주명부폐쇄일인 2013년말 현재 최대주주를 제외하고 5% 이상 의결권 있는 주식을 소유하고 있는 주주는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2013년 12월 31일) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	국민연금공단	11,359,651	7.71%	-
	삼성생명	11,136,912	7.56%	-
우리사주조합		-	-	-

※ 삼성생명 소유주식수 및 지분율은 특별계정 포함 기준입니다.
 삼성생명의 2014년 1분기말 소유주식 현황은 1. 최대주주 및 그 특수관계인의
 주식소유 현황을 참조하십시오.

3. 소액주주현황

[2013년 12월 31일 현재] (단위 : 명, 주, %)

구분	주 주		보유주식		비고
	주주수	비율	주식수	비율	
소액주주	139,116	99.95	81,771,284	55.51	발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주
전체	139,187	100.00	147,299,337	100.00	

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2013년 12월 31일자 기준입니다.
 ※ 보통주(의결권 있는 주식) 기준입니다.

4. 주식사무

<p>정관상 신주인수권의 내용</p>	<p>1. 본 회사가 발행할 신주의 주주인수에 관하여는 제 8조 제6항에서 정하는 바에 따라 그 소유주식수에 비례하여 신주를 배정하며, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정시 단수주가 발생 하였을 경우에는 이사회 결의에 따라 이를 처리한다.</p> <p>2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.</p> <p>① 증권거래법등 관계법규의 규정에 의하여 이사회의 결의로 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우</p> <p>② 증권거래법등 관계법규의 규정에 의하여 이사회의 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우</p> <p>③ 증권거래법등 관계법규의 규정에 의하여 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우</p> <p>④ 제11조의 3에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우</p> <p>⑤ 제11조의 4에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우</p> <p>⑥ 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기술도입 등을 필요로 그 제휴회사에게 이사회 결의로 회사의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 증권거래법시행령 제 84조의 5의 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다.</p> <p>☞ (주) 제 8조 6항</p> <p>본 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을, 우선주식에 대하여는 동일한 조건의 우선주식을 각 그 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다.</p> <p>다만, 회사는 필요에 따라서 유상증자나 주식배당시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수도 있으며 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.</p> <p>☞ (주) 제11조의3 (일반공모증자)</p> <p>1.본 회사는 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 증권거래법 제189조의 3의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의하여 신주를 발행할 수 있다.</p> <p>2.일반공모증자방식에 의하여 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.</p> <p>다만, 이 경우 신주의 발행가격은 증권거래법시행령 제84조의 5의 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다.</p> <p>☞ (주) 제11조의4 (주식매수선택권)</p> <p>1. 본 회사는 임·직원(증권거래법 제189조의4 제1항에서 규정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 증권거래법이 허용하는</p>
----------------------	---

	<p>한도내에서 증권거래법 제189조의4의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의로 부여할 수 있다. 다만, 관계법령이 정하는 한도까지 임·직원(본 회사의 이사를 제외한다)에게 이사회 결의로써 주식매수선택권을 부여할 수 있다.</p> <p>2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임·직원으로하되 관계법령에서 주식매수선택권을 부여받을 수 없는 자로 규정한 임·직원은 제외한다.</p> <p>3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식 또는 기명식 우선주식으로 한다.</p> <p>4. 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총수는 관계법령에서 허용하는 한도까지로 한다.</p> <p>5. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 또는 이사회의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 8년이내에서 각 해당 주주총회 또는 해당 이사회의 결의로 정하는 행사만료일까지 행사할 수 있다. 단, 이 경우 주식매수선택권을 부여받은 자는 관계법령이 정하는 경우를 제외하고는 본문의 규정에 의한 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 이를 행사할 수 있다.</p> <p>6. 주식매수선택권의 내용, 행사가격 등 주식매수선택권의 조건은 관계법령 및 정관이 정하는 바에 따라 주주총회의 특별결의 또는 이사회 결의로 정하되, 관계법령 및 정관에서 주주총회 또는 이사회의 결의사항으로 규정하지 않은 사항은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회에서 결정할 수 있다.</p> <p>7. 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.</p> <p>1. 임·직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우 3. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우</p>		
결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료후 3월 이내
	주주명부폐쇄기간		1월 1일부터 1개월 간
주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000(8종)		
명의개서대리인	한국예탁결제원(T:3774-3000): 서울시 영등포구 여의나루로4길 23		
주주의 특전	없음	공고게재신문	중앙일보

5. 주가 및 주식거래실적

가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종류			'13년 10월	11월	12월	'14년 1월	2월	3월
보통주	주가	최 고	1,500,000	1,500,000	1,467,000	1,328,000	1,349,000	1,343,000
		최 저	1,382,000	1,410,000	1,372,000	1,272,000	1,237,000	1,247,000
		평 균	1,449,190	1,461,714	1,420,800	1,299,150	1,298,300	1,300,000
	거래량	최고(일)	351,727	273,627	338,162	620,500	325,184	417,557
		최저(일)	134,706	127,736	139,938	151,246	116,769	118,788
		월 간	4,399	3,965	4,082	6,360	4,231	4,425
우선주	주가	최 고	1,029,000	1,039,000	1,055,000	989,000	1,063,000	1,069,000
		최 저	867,000	980,000	982,000	938,000	940,000	972,000
		평 균	954,048	1,009,000	1,025,700	959,550	980,450	1,030,810
	거래량	최고(일)	67,965	495,091	98,670	87,543	98,095	70,781
		최저(일)	12,450	14,388	16,666	18,087	13,360	14,376
		월 간	652	1,280	881	873	965	729

※ 월간 거래량은 천주 단위임

나. 해외증권시장

[증권거래소명 : 런던 증권거래소(보통주)]

(단위 : \$, 원, DR)

종류			'13년 10월	11월	12월	'14년 1월	2월	3월
보통주	주가	최 고	707.50	708.00	696.00	624.00	630.50	629.00
		(W환산)	750,587	751,967	736,994	658,507	675,013	672,275
		최 저	643.00	662.00	649.00	587.00	574.50	576.50
		(W환산)	691,354	702,183	685,084	633,490	623,964	622,447
		평 균	678.17	686.48	672.65	607.34	608.10	606.62
	거래량	최고(일)	81,881	94,719	61,802	114,204	262,527	136,208
		최저(일)	19,720	10,597	9,511	33,681	25,078	26,084
		월 간	1,002	865	797	1,740	1,502	1,290

※ 월간 거래량은 천DR 단위임

※ 원화 환산 주가는 거래일 종가 원/달러 환율 기준, 원주 1주당 2DR

[증권거래소명 : 룩셈부르크 증권거래소(우선주)]

(단위 : \$, 원, DR)

종 류		'13년 10월	11월	12월	'14년 1월	2월	3월	
우선주	주가	최 고	480.00	488.70	496.90	468.50	489.80	498.50
		(W환산)	509,232	521,296	525,770	494,408	522,959	529,706
		최 저	405.10	459.80	468.30	428.50	431.60	453.70
		(W환산)	435,564	487,710	495,555	462,437	468,761	485,777
		평 균	445.71	473.48	483.01	445.92	457.56	481.72
	거래량	최고(일)	26,996	602,942	37,001	59,901	27,700	27,261
		최저(일)	1,751	1,118	775	6,651	548	1,030
		월 간	235	813	265	458	150	144

※ 월간 거래량은 천DR 단위임

※ 원화 환산 주가는 거래일 종가 원/달러 환율 기준, 원주 1주당 2DR

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 등기임원 현황

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		재직기간	임기 만료일
								보통주	우선주		
권오현	남	1952.10	대표이사	등기임원	상근	이사회 의장 DS부문 경영전반 총괄	삼성전자 DS부문장	3,000	0	25개월	2015.03.15
윤부근	남	1953.02	대표이사	등기임원	상근	CE부문 경영전반 총괄	삼성전자 CE부문장	0	0	13개월	2016.03.14
신종균	남	1956.01	대표이사	등기임원	상근	IM부문 경영전반 총괄	삼성전자 IM부문장	0	0	13개월	2016.03.14
이상훈	남	1955.06	사내이사	등기임원	상근	전사 경영지원업무 총괄	삼성전자 경영지원실장	1,473	0	13개월	2016.03.14
이인호	남	1943.11	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	신한은행 은행장	0	0	49개월	2016.03.14
김한중	남	1948.11	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	연세대학교 총장	0	0	25개월	2015.03.15
송광수	남	1950.01	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	김·장 법률사무소 고문	0	0	13개월	2016.03.14
이병기	남	1951.05	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	서울대학교 전기정보공학부 교수	0	0	25개월	2015.03.15
김은미	여	1958.09	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	이화여자대학교 국제대학원 원장	0	0	13개월	2016.03.14

나. 타회사 임원겸직 현황

겸 직 자		겸 직 회 사	
성 명	직 위	회사명	직 위
송광수	사외이사	(주)두산	사외이사

다. 미등기임원

성명	직위	출생년월	성별	담당업무	약력	학력
이건희	회장	1942.01	남	회장	대표이사 회장	서울대(博士)
강호문	부회장	1950.02	남	부회장	SMD 대표이사	서울대
최지성	부회장	1951.02	남	미래전략실장	삼성전자 대표이사	서울대
박근희	부회장	1953.10	남	삼성사회봉사단장	삼성생명 대표이사	청주대
이재용	부회장	1968.06	남	부회장	CCO	Harvard Univ.(博士)수료
노인식	사장	1951.01	남	삼성경제연구소(파견)	삼성중공업 대표이사	성균관대
윤순봉	사장	1956.02	남	의료사업일류화추진단장	삼성석유화학 대표이사	홍익대(博士)
장원기	사장	1955.02	남	중국본사장	LCD사업부장	연세대(碩士)
장총기	사장	1954.01	남	미래전략실차장	기획홍보팀장	서울대
최외홍	사장	1952.12	남	그룹스포츠업무총괄	삼성벤처투자 대표이사	성균관대(博士)
김기남	사장	1958.04	남	메모리사업부장	삼성디스플레이 대표이사	Univ. of California, LA(博士)
김상근	사장	1958.07	남	준법경영실장	법무실 담당임원	서울대
김상항	사장	1955.01	남	삼성사회공헌위원	삼성생명 자산운용부부장	한양대
조수인	사장	1957.01	남	의료기기사업부장	삼성디스플레이 OLED사업부장	아주대(碩士)
김재권	사장	1955.08	남	무선 Global운영실장	삼성LED 대표이사	한국외국어대
김중종	사장	1956.07	남	미래전략 전략1팀장	삼성정밀화학 대표이사	고려대
우남성	사장	1953.01	남	System LSI사업부장	System LSI담당	Univ. of Maryland, Coll. Park(博士)
이돈주	사장	1956.10	남	무선 전략마케팅실장	CIS총괄	Columbia Univ.(碩士)
이인용	사장	1957.03	남	미래전략 커뮤니케이션팀장	홍보팀장	서울대
홍원표	사장	1960.02	남	Media Solution센터장	무선 상품전략팀장	University of Michigan(博士)
김영기	사장	1962.01	남	네트워크사업부장	네트워크 신규사업개발팀장	Univ. of Southern California(博士)
김종호	사장	1957.06	남	글로벌기술센터장	무선 Global제조센터장	숭실대
김수목	부사장대우	1964.05	남	준법경영실 담당임원	법무실 담당임원	서울대
성열우	부사장대우	1959.02	남	준법경영실 담당임원	법무실 담당임원	서울대
이종석	부사장	1963.04	남	복미총괄	동남아총괄	Cornell Univ.(碩士)
전영현	부사장	1960.12	남	메모리 전략마케팅팀장	메모리 DRAM개발실장	한국과학기술원(博士)
김기호	부사장	1958.08	남	프린팅솔루션사업부장	DMC연구소장	Univ. of Texas, Austin(博士)
안승호	부사장대우	1959.07	남	IP센터장	종합기술원 IP전략팀장	Santa Clara Univ.(博士)
정세웅	부사장	1962.10	남	System LSI Foundry사업팀장	System LSI SOC개발실장	Univ. of Colorado, Boulder(博士)
정현호	부사장	1960.03	남	미래전략 경영진단팀장	디지털이미징사업부장	Harvard Univ.(碩士)
조준형	부사장대우	1960.08	남	법무팀장	CEO 보좌역	동아대
최병석	부사장	1958.01	남	상생협력센터장	LCD 지원팀장	경북대
홍완훈	부사장	1959.11	남	무선 전략마케팅실 담당임원	글로벌마케팅실 담당임원	인하대
고동진	부사장	1961.03	남	무선 개발실 담당임원	무선 상품기획팀 담당임원	Univ. of Sussex(碩士)
김영수	부사장	1961.11	남	미래전략 전략2팀장	지원팀장	부산대
김상우	부사장대우	1961.10	남	구주총괄 법무지원팀장	준법지원팀장	Columbia Univ.(碩士)
김준식	부사장	1958.02	남	커뮤니케이션팀장	DMC부문 홍보팀장	고려대
김현석	부사장	1961.01	남	영상디스플레이사업부장	영상디스플레이 개발팀장	Portland State Univ.(碩士)
박두의	부사장	1956.01	남	상생협력센터 업무팀장	디지털미디어 전략팀장	연세대
박재순	부사장	1960.08	남	중국총괄	한국총괄	성균관대
배경태	부사장	1958.03	남	한국총괄	중동총괄	동국대
심수목	부사장	1962.01	여	글로벌마케팅실 담당임원	영상전략마케팅실 담당임원	이화여대
오경석	부사장	1960.10	남	LED사업부장	메모리 DRAM PA팀장	서울대(碩士)
옥경석	부사장	1958.04	남	DS부문 경영지원실장	메모리 지원팀장	홍익대(碩士)
육현표	부사장	1959.01	남	미래전략 기획팀장	기획홍보팀 담당임원	성균관대(博士)
지재완	부사장대우	1957.09	남	준법지원팀장	IP센터 라이선싱팀장	Illinois, Urbana-Champaign(博士)

최우수	부사장	1957.09	남	DS부문 인사팀장	DS 인사팀장	동국대
강경훈	부사장	1964.08	남	미래전략 인사지원팀 담당임원	인사팀 담당임원	경찰대
강기중	부사장대우	1964.05	남	IP센터 IP법무팀장	법무실 담당임원	New York Univ.(碩士)
길영준	부사장	1956.12	남	종합기술원 기획지원실장	종합기술원 기술기획팀장	한국과학기술원(博士)
김석필	부사장	1960.09	남	글로벌마케팅실장	구주총괄	Ecole des Hautes Etudes Commerciales(碩士)
박중서	부사장	1957.05	남	무선 Global운영실 구매팀장	일본본사 담당임원	건국대
서병삼	부사장	1957.06	남	생활가전 Global CS팀장	SSEC법인장	아주대
엄영훈	부사장	1960.03	남	생활가전 전략마케팅팀장	GMO 마케팅전략팀장	한국과학기술원(碩士)
이상철	부사장	1960.06	남	중남미총괄	영상전략마케팅팀장	인하대
이선우	부사장	1959.06	남	구주총괄	SEG법인장	Univ. of Warwick(碩士)
이영우	부사장	1959.01	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당임원	중앙대
이영희	부사장	1964.11	여	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당임원	Northwestern Univ.(碩士)
이현동	부사장대우	1965.10	남	준법경영실 담당임원	법무실 담당임원	서울대
장동훈	부사장대우	1958.02	남	무선 디자인팀장	무선 전략마케팅팀 담당임원	The School of Art Institute of Chicago(碩士)
전성호	부사장	1959.07	남	CIS총괄	영상디스플레이 상품전략팀장	홍익대
정금용	부사장	1962.06	남	미래전략 인사지원팀장	인사팀 담당임원	충남대
정재륜	부사장	1959.03	남	기흥/화성단지총괄	SESS법인장	경북대
지원구	부사장	1958.02	남	경영혁신팀장	LCD 경영혁신팀장	국민대
팀백스터	부사장	1961.04	남	SEA법인장	SEA DCE Div.장	Roger Williams Univ.
노희찬	부사장	1961.10	남	지원팀장	DMC부문 지원팀장	연세대
박광기	부사장	1963.05	남	영상전략마케팅팀장	동남아총괄	Chulalongkon University(碩士)
박병대	부사장	1959.02	남	서남아총괄	무선 전략마케팅팀 담당임원	한국외국어대
박종환	부사장	1961.12	남	생활가전 C&M사업팀장	생활가전 키친솔루션사업팀장	연세대(碩士)
박학규	부사장	1964.11	남	무선 지원팀장	사업지원팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)
배영창	부사장	1961.09	남	DS부문 미주총괄	SSI법인장	명지대
안재근	부사장	1957.08	남	수원지원센터장	삼성디스플레이 아산/천안단지총괄 담 당임원	동국대
안중현	부사장	1963.03	남	전략T/F장	메모리 기획팀장	한국과학기술원(碩士)
엄대현	부사장대우	1966.03	남	준법경영실 담당임원	법무실 담당임원	한양대
왕통	부사장	1962.06	남	SCIC 담당임원	SRC-Beijing연구소장	北京郵電大
이건혁	부사장	1963.07	남	미래전략 커뮤니케이션팀 담당임 원	삼성경제연구소 담당임원	London Sch. of Economics(博士)
이수형	부사장대우	1964.03	남	준법경영실 담당임원	법무실 담당임원	한양대
이준영	부사장	1959.08	남	영상디스플레이 구매팀장	SEH-P법인장	송실대
이진중	부사장	1960.07	남	SCIC 담당임원	중국총괄 광주지사장	성균관대
조인수	부사장	1960.02	남	메모리제조센터장	System LSI 제조센터장	경북대
최영준	부사장	1962.02	남	미래전략 전략1팀 담당임원	System LSI 지원팀장	부산대
한갑수	부사장	1958.03	남	System LSI 전략마케팅팀장	System LSI 개발실장	Florida Inst. of Tech.(博士)
한명섭	부사장	1958.02	남	무선 이미징사업팀장	디지털이미징사업부장	아주대(碩士)
강희근	전무	1954.03	남	성균관대(파견)	삼성전기 담당임원	성균관대
조홍식	전무	1957.03	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SEJ법인장	송실대
최재구	전무	1959.05	남	SEV 담당임원	무선 개발실 담당임원	경북대(碩士)
김윤근	전무대우	1964.07	남	중국본사 담당임원	법무실 담당임원	서울대
김흥식	전무	1955.04	남	중국서안단지장	SCS법인장	청주대
데이빗스틸	전무	1966.09	남	북미총괄 기획홍보팀장	북미 마케팅팀장	MIT(博士)
신명훈	전무대우	1965.01	남	준법경영실 담당임원	법무실 담당임원	Columbia Univ.(碩士)
전우현	전무	1958.11	남	구미지원센터장	무선 인사팀장	경북대(碩士)

김정환	전우	1958.01	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀장	SESA법인장	한국외국어대
김학설	전우	1958.10	남	SRJ 담당임원	요코하마연구소 담당임원	아주대(碩士)
김행일	전우	1957.07	남	환경안전센터장	SSEC법인장	광운대
박종갑	전우	1960.12	남	한국총괄 마케팅팀장	국내영업 B2B영업팀 담당임원	전북대
박준호	전우	1962.04	남	네트워크 전략마케팅팀장	DMC연구소 STE팀장	State Univ. of New York, Binghamton(博士)
방상원	전우	1958.06	남	SEJ법인장	의료기기사업팀장	한양대
송성원	전우	1962.12	남	프린팅솔루션 전략마케팅팀장	IT솔루션 PC전략마케팅팀장	건국대
심순선	전우	1961.10	남	CS환경센터장	CS환경센터 품질혁신팀장	성균관대(碩士)
안덕호	전우대우	1968.07	남	준법경영실 담당임원	법무팀 담당임원	서울대
이재형	전우	1957.08	남	영상디스플레이 PDP일류화T/F장	영상디스플레이 Global운영팀장	경북대
이태협	전우	1960.05	남	커뮤니케이션팀 담당임원	글로벌협력팀장	State Univ. of New York, Stony Brook(碩士)
임종권	전우	1958.03	남	상생협력센터 시너지구매팀장	무선 Global구매팀 담당임원	송실대
주은기	전우	1962.01	남	감사팀장	경영지원팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)
최창욱	전우	1962.11	남	안식년	삼성증권 온라인사업부장	서울대
황득규	전우	1959.06	남	DS부문 기획팀장	DS부문 감사팀장	Boston Univ.(碩士)
고열진	전우	1959.04	남	경영혁신팀 담당임원	SEA 담당임원	경북대(碩士)
권계현	전우	1964.07	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Edinburgh(碩士)
김문수	전우	1963.01	남	동남아총괄	미래전략 전략1팀 담당임원	고려대
김병균	전우	1963.06	남	중국총괄 지원팀장	의료기기사업팀 지원팀장	Stanford Univ.(碩士)
김석기	전우	1962.11	남	영상디스플레이 Global운영센터장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	한양대
김영준	전우대우	1959.08	남	디자인경영센터 선행디자인팀장	영상전략마케팅팀 수석	영남대
김용관	전우	1963.12	남	미래전략 경영진단팀 담당임원	DS부문 기획팀장	Thunderbird(碩士)
김하수	전우대우	1957.11	남	무선 제품기술팀 담당임원	생기센터 담당부장	창원전문대
김혁철	전우	1957.01	남	무선 Global제조센터 한국제조팀장	TSTC법인장	경남대
김홍기	전우	1961.07	남	경영혁신팀 담당임원	정보전략팀장	고려대
남궁범	전우	1964.01	남	재경팀장	경영지원팀 담당임원	고려대
노승만	전우	1959.07	남	미래전략 커뮤니케이션팀 담당임원	홍보팀 담당임원	경희대
박경균	전우	1962.10	남	무선 Global운영실 구매 담당임원	상생협력센터 시너지구매팀장	동아대
박영욱	전우	1963.04	남	SAS법인장	SAS 담당임원	한국과학기술원(博士)
박주하	전우	1958.09	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 상품전략팀 담당임원	서울대
서병춘	전우	1963.07	남	System LSI 기획팀장	System LSI Foundry사업개발팀장	Carnegie Mellon Univ.(博士)
성재현	전우	1959.05	남	생활가전 지원팀장	한국총괄 경영지원팀장	성균관대
안태혁	전우	1962.10	남	메모리제조센터 담당임원	메모리 공정개발팀 담당임원	Nagoya University(博士)
윤두표	전우	1961.07	남	무선 Global CS팀장	무선 Global CS팀 담당임원	경북대
윤한길	전우	1962.09	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 상품전략팀 담당임원	Univ. of Florida(博士)
이기욱	전우대우	1967.02	남	DS부문 법무지원팀장	법무실 담당임원	성균관대(碩士)
이명진	전우	1958.08	남	커뮤니케이션팀 담당임원	IR팀장	State Univ. of New York, Buffalo
이상주	전우대우	1970.09	남	준법지원팀 담당임원	해외법무팀장	Harvard Univ.(碩士)
이수철	전우	1963.08	남	기흥/화성단지총괄 Infra기술센터장	메모리 제조센터 담당임원	서강대
이순영	전우	1960.05	남	무선 Global운영실 Global운영팀장	무선 Global제조팀 담당임원	성균관대
이원식	전우	1962.08	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 상품전략팀 담당임원	Texas A&M-College(碩士)
이위수	전우	1958.01	남	LED제조센터장	메모리 제조센터 담당임원	서강대

이종철	전무대우	1968.01	남	커뮤니케이션팀 담당임원		Univ. of Pennsylvania(碩士)
이준	전무	1960.03	남	기획팀 담당임원		서울대
이진근	전무	1963.02	남	SSEC법인장	삼성광주전자 제조팀장	한양대
이충로	전무	1958.10	남	중동총괄	TSE-S법인장	한국과학기술원(碩士)
임영호	전무	1963.09	남	메모리 품질보증실장	메모리 Flash개발실 담당임원	경북대
전준영	전무	1962.05	남	메모리 기획팀장	메모리 Global운영팀장	성균관대
최경식	전무	1962.03	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당임원	한양대(碩士)
최윤호	전무	1963.01	남	미래전략 전략1팀 담당임원	구주 경영지원팀장	성균관대
하상록	전무	1961.11	남	S.LSI제조센터장	SAS 담당임원	Stevens Inst. of Tech.(博士)
강윤제	전무대우	1968.08	남	영상디스플레이 디자인팀장	영상디스플레이 디자인 담당임원	청주대
김상우	전무	1961.05	남	무선 전략마케팅실 담당임원	IT솔루션 PC전략마케팅팀 담당임원	서울대
김원표	전무	1962.02	남	미래전략 기획팀 담당임원	기획홍보팀 담당임원	부산대(博士)
김용희	전무	1961.02	남	생활가전 구매팀장	영상디스플레이 구매팀 담당임원	광운대
김의탁	전무	1958.06	남	SESA법인장	국내영업 마케팅팀 담당임원	한국외국어대
김환	전무	1962.10	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당임원	연세대(碩士)
류인	전무	1961.06	남	의료기기 지원팀장	수원지원센터장	서울대
류택원	전무	1959.09	남	무선 Global제조센터 부품제조팀장	무선 제품기술팀 담당임원	경북대(碩士)
박동욱	전무	1962.06	남	Media Solution센터 e-Commerce팀장	Media Solution센터 미디어서비스팀 담당임원	연세대(碩士)
박영규	전무	1959.09	남	DS부문 구매팀장	메모리 기술팀장	고려대(博士)
박용기	전무	1963.04	남	인사팀장	인사지원팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)
박창신	전무	1964.02	남	프린팅솔루션 전략마케팅팀 담당임원	IT솔루션 PRT전략마케팅팀 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(博士)
백수현	전무	1963.01	남	커뮤니케이션팀 담당임원		서울대
상재호	전무	1963.02	남	S.LSI제조센터 담당임원	System LSI 기술팀장	한양대
심원환	전무	1960.02	남	베트남복합단지장	구미지원센터 담당임원	경북대(碩士)
오방원	전무	1962.09	남	LED 전략마케팅팀장	LED 기술팀장	한국과학기술원(博士)
윤승로	전무	1962.03	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEAU법인장	서울대
윤철운	전무	1962.11	남	SAMEX법인장	영상디스플레이 개발팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)
이경식	전무	1964.11	남	영상디스플레이 서비스전략팀장	영상전략마케팅팀 담당임원	한양대
이규필	전무	1961.05	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 제조센터 담당임원	Univ. of Florida(博士)
이상수	전무	1960.07	남	SERK법인장	SAMEX 담당임원	성균관대
이인정	전무대우	1961.10	남	IP센터 라이선스팀장	IP센터 IP법무팀 담당임원	Franklin Pierce Law Center(碩士)
이종진	전무	1961.07	남	한국총괄 모바일영업팀장	한국총괄 모바일영업팀 담당임원	고려대
이준수	전무	1963.10	남	인재개발원 부원장	인사팀 담당임원	서울대
임선홍	전무	1959.02	남	무선 전략마케팅실 담당임원	디지털이미징 전략마케팅팀장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(碩士)
장시호	전무	1961.07	남	생활가전 Global제조센터장	SEH-P법인장	한양대
장인성	전무	1962.03	남	사회봉사단 담당임원	경제연구소 글로벌연구실 담당임원	고려대(碩士)
장재수	전무	1962.07	남	DMC연구소 기술전략팀장	SISA법인장	Syracuse Univ.(碩士)
전용성	전무	1958.06	남	TSE-S법인장	SCIC 담당임원	건국대
정수연	전무	1961.06	남	SEHZ법인장	무선 Global제조센터 한국제조팀장	금오공대
정순문	전무	1961.11	남	S.LSI제조센터 담당임원	S.LSI TD 담당임원	Univ. of Florida(博士)
정태경	전무	1963.10	남	Test&Package센터장	Test&Package센터 Package기술팀장	한국과학기술원(博士)
조용철	전무	1962.01	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	GMO 마케팅전략팀 담당임원	서강대
조호석	전무	1963.10	남	무선 인사팀장	정보통신 인사팀 담당임원	영남대
최구연	전무	1962.10	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEAU법인장	한양대
최규상	전무	1958.11	남	환경안전센터 담당임원	DS부문 Infra기술센터 담당임원	광운대

최철	전우	1962.05	남	DS부문 중국총괄장	SSC 담당임원	청화대(碩士)
최홍섭	전우	1962.02	남	미래전략 커뮤니케이션팀 담당임원	삼성물산 브랜드전략팀 담당임원	서울대(碩士)
강봉용	전우	1964.01	남	메모리 지원팀장	DS부문 지원팀 담당임원	고려대
강창진	전우	1961.08	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 공정개발팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
김도형	전우	1958.09	남	SEPM법인장	생활가전 Global운영팀장	아주대
김부경	전우	1960.04	남	미래전략 커뮤니케이션팀 담당임원		서울대(碩士)
김연수	전우	1963.02	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	GMO 브랜드전략팀장	고려대
김원경	전우	1967.08	남	무선 전략마케팅실 담당임원	글로벌마케팅실 담당임원	The Johns Hopkins Univ.(碩士)
김유영	전우	1958.10	남	SEIN-S법인장	SIEL-S 담당임원	한국외국어대
김현준	전우	1962.08	남	무선 기획팀장	디지털이미징 기획팀장	한국과학기술원(碩士)
명성완	전우	1962.03	남	영상전략마케팅팀 담당임원	SEI법인장	한국외국어대
박문호	전우	1965.01	남	미래전략 경영진단팀 담당임원	감사팀 담당임원	성균관대
박정준	전우	1962.03	남	SCIC 마케팅팀장	중국판매법인 담당임원	홍익대
박찬훈	전우	1962.04	남	SCS법인장	메모리제조센터 담당임원	電氣通信大學(博士)
배주천	전우	1958.11	남	기흥/화성단지총괄 Infra기술센터 담당임원	DS부문 Infra기술센터 담당임원	송실대(博士)
서기용	전우	1960.11	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당임원	연세대(碩士)
석경협	전우	1960.10	남	네트워크 네트워크영업팀장	네트워크 국내영업팀 담당임원	아주대(碩士)
신재경	전우	1963.01	남	SESS법인장	Test&Package센터 TEST기술팀장	서울대(碩士)
안정태	전우	1964.02	남	북미총괄 지원팀장	DS부문 미주총괄 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(碩士)
양걸	전우	1962.10	남	DS부문 중국총괄 담당임원	SSC 담당임원	서강대(碩士)
오수열	전우	1960.07	남	네트워크 Global제조팀장	네트워크 시스템개발팀 담당임원	아주대
이봉주	전우	1963.03	남	System LSI 인사팀장	메모리 인사팀장	한국과학기술원(碩士)
이상국	전우	1962.01	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당임원	부산대
장호식	전우대우	1963.10	남	IP센터 IP전략팀장	IP센터 IP전략팀 담당임원	Franklin Pierce Law Center(碩士)
전용성	전우	1962.10	남	SEF법인장	무선 전략마케팅팀 담당임원	한국외국어대(碩士)
정경진	전우	1961.04	남	영상디스플레이 지원팀장	SAMEX 담당임원	충남대
정광영	전우	1961.08	남	미래전략 경영진단팀 담당임원	감사팀 담당임원	한양대
조광우	전우	1958.01	남	SEDA-P(C)공장장	SDMA법인장	한양대
채창훈	전우	1962.04	남	경영혁신팀 담당임원	정보전략팀 담당임원	성균관대
최진원	전우	1966.09	남	재경팀 담당임원	미래전략 전략1팀 담당임원	서울대
최치영	전우	1960.09	남	DS부문 감사팀장	System LSI 제품기술팀장	연세대(碩士)
추종석	전우	1962.09	남	SCIC 담당임원	영상전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Missouri, Columbia(碩士)
한재수	전우	1962.06	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 구주총괄	성균관대
이영진	상우	1961.03	남	경영혁신팀 담당임원	정보전략팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
조재철	상우	1959.10	남	무선 Global CS팀 담당임원	CS경영 글로벌SVC팀 담당부장	한양대
김세현	상우	1962.02	남	DS부문 중국총괄 담당임원	LCD 지원팀 담당임원	서울대(碩士)
김윤식	상우	1960.07	남	LED 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 구주총괄	중앙대
배경성	상우	1963.02	남	기흥/화성단지총괄 Infra기술센터 담당임원	LCD 제조센터 담당임원	한양대(碩士)
정종욱	상우대우	1970.11	남	준법경영실 담당임원		Univ. of Southern California(碩士)
최영호	상우	1963.07	남	네트워크 지원팀장	SEHZ 담당임원	경북대
황동준	상우	1960.09	남	상생협력센터 업무팀 담당임원	경영지원팀 담당임원	송실대
고정완	상우	1960.09	남	DMC연구소 Open Innovation팀 담당임원	Media Solution센터 서비스운영팀 담당임원	부산대
김강준	상우	1961.06	남	SAMEX 담당임원	경영지원팀 담당임원	서강대

김낙순	상무	1960.05	남	무선 Global운영실 구매 담당임원	IT솔루션 구매팀장	성균관대
김수봉	상무	1960.11	남	DS부문 미주총괄 담당임원	메모리 기획팀장	한국과학기술원(碩士)
김은진	상무	1961.11	남	프린팅솔루션 Global CS팀장	IT솔루션 Copier개발팀 담당임원	항공대(碩士)
김정호	상무	1964.04	남	재경팀 담당임원	경영지원팀 담당임원	Emory Univ.(碩士)
노형문	상무	1963.01	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	경북대
문대철	상무	1963.10	남	프린팅솔루션 기획팀장	일본본사 담당임원	고려대
안길업	상무	1960.11	남	상생협력센터 업무팀 담당임원	SEDA-P(M) 담당임원	서울대
이기학	상무대우	1961.08	남	환경안전센터 수원환경안전팀장	CS경영 제품환경팀장	성균관대(碩士)
이윤	상무	1959.06	남	영상전략마케팅팀 담당임원	중남미총괄 마케팅팀장	Univ. of Washington, Seattle(碩士)
이춘재	상무	1959.10	남	SEDA-P(M)공장장	영상디스플레이 Global운영팀장	경북대
장성학	상무	1963.09	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당임원	아주대(碩士)
정부석	상무	1958.01	남	프린팅솔루션 구매팀장	IT솔루션 구매팀 담당임원	서강대
정영덕	상무	1962.10	남	SEIN-P법인장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	고려대
조현주	상무	1961.09	여	글로벌마케팅실 마케팅서비스팀장	글로벌마케팅실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(碩士)
진영주	상무	1961.03	남	LED 전략마케팅팀 담당임원	VD 전략마케팅팀 담당임원	한국외국어대
호경근	상무	1962.12	남	무선 Global운영실 구매 담당임원	디지털이미징 구매팀장	성균관대(碩士)
강봉구	상무	1962.02	남	SEA 담당임원	영상전략마케팅팀 담당임원	홍익대
김권섭	상무	1962.06	남	삼성메디슨(파견)	의료기기 전략마케팅팀 담당임원	서울대(碩士)
김동욱	상무	1963.09	남	SESC법인장	컴퓨터시스템 Global CS팀장	한국과학기술원(博士)
김승구	상무	1961.06	남	SIEL-S 판매부부장	SEKZ법인장	고려대
김우준	상무	1968.05	남	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	서울대(博士)
김재훈	상무대우	1972.08	남	준법지원팀 담당임원	Compliance팀 담당임원	Georgetown Univ.(碩士)
김준영	상무	1966.05	남	SEUK 법인장	미래전략 전략1팀 담당임원	서울대
민장식	상무	1963.11	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 개발팀 수석	중앙대
신재천	상무	1962.06	남	CS환경센터 Global서비스팀장	구주 ECC장	경희대(碩士)
안영준	상무	1960.01	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 개발팀 담당임원	경북대
유재설	상무	1963.09	남	SERC 담당임원	SME법인장	서강대
이승호	상무	1963.02	남	DS부문 일본총괄 담당임원	일본본사 담당임원	아주대
이왕익	상무	1963.07	남	미래전략 전략1팀 담당임원	삼성생명 지원팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)
이해범	상무	1964.08	남	메모리제조센터 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	Stanford Univ.(博士)
장영인	상무	1961.10	남	상생협력센터 업무팀 담당임원	삼성물산 기획실 담당임원	계명대
전봉주	상무	1960.11	남	무선 지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당부장	경북대
정준교	상무	1965.03	남	DMC연구소 기술전략팀 담당임원	STA 담당임원	서울대(碩士)
채선기	상무	1962.11	남	중국본사 담당임원	생활가전 인사팀장	Michigan, Ann Arbor(碩士)
최진원	상무	1963.05	남	SCIC 담당임원	SEM-S법인장	한국과학기술원(碩士)
하혜승	상무	1967.11	여	프린팅솔루션 전략마케팅팀 담당임원	IT솔루션 PC전략마케팅팀 담당임원	Wellesley Coll.
황인대	상무	1960.04	남	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	SEJ 담당임원	한국외국어대
황지호	상무	1960.07	남	무선 Global운영실 구매 담당임원	상생협력센터 시너지구매팀장	한양대
고승환	상무	1962.09	남	생활가전 구매팀 담당임원	SAMEX 담당임원	인하대
고홍선	상무	1965.01	남	SCIC 담당임원	국내영업 애니콜영업팀 담당부장	한양대(碩士)
곽진환	상무	1968.01	남	IP센터 라이선싱팀 담당임원	IP센터 IP전략팀 담당임원	서강대
김경진	상무	1963.11	남	SESK법인장	감사팀 담당임원	송실대
김광석	상무	1962.02	남	프린팅솔루션 개발팀 담당임원	IT솔루션 Copier개발팀 담당임원	Univ. of Southern California(碩士)
김교익	상무	1961.01	남	중국총괄 CS팀장	CS환경센터 담당부장	성균관대
김기원	상무	1963.04	남	미래전략 기획팀 담당임원		고려대(碩士)
김명건	상무	1963.05	남	커뮤니케이션팀 담당임원	IR팀 담당임원	경희대
김범동	상무	1963.02	남	메모리 인사팀장	DS부문 인사팀 담당임원	고려대(碩士)

김병욱	상무	1963.08	남	재경팀 담당임원	개발사업팀 담당부장	고려대
김병주	상무대우	1968.06	남	법무팀 담당임원	법무팀 담당부장	서울대
김사필	상무	1965.04	남	미래전략 인사지원팀 담당임원	DMC 인사팀 담당임원	경찰대
김성일	상무	1962.07	남	SAS법인 담당임원	System LSI 제조센터 담당임원	송실대
김성진	상무	1965.03	남	동남아총괄 지원팀장	감사팀 담당부장	고려대
김영민	상무대우	1967.03	남	법무팀 담당임원		Univ. of Virginia(碩士)
김영수	상무대우	1968.07	남	준법경영실 담당임원		서울대
김영욱	상무	1962.10	남	프린팅솔루션 지원팀장	중남미총괄 경영지원팀장	서울대
김영택	상무	1960.09	남	SEHF법인장	무선 Global제조센터 담당임원	경북대
김인철	상무	1962.09	남	경영혁신팀 담당임원	정보전략팀 담당임원	국민대(碩士)
김중호	상무	1961.08	남	한국총괄 B2C영업팀 담당임원	한국총괄 마케팅팀 담당임원	동국대
김진성	상무	1963.02	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 담당수석	아주대
김진해	상무	1963.12	남	한국총괄 모바일영업팀 담당임원	SDI 인사팀 담당임원	광운대
김태훈	상무	1965.04	남	DS부문 일본총괄 담당임원	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	고려대
김학태	상무	1964.08	남	SECA법인장	디스플레이전략마케팅팀 담당임원	경북대
김홍경	상무	1965.11	남	미래전략 전략1팀 담당임원	반도체 지원팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)
류영수	상무	1963.11	남	네트워크 Global제조팀 담당임원	네트워크 Global제조팀 담당부장	서강대
목장균	상무	1964.03	남	인사팀 담당임원	미래전략 인사지원팀 담당임원	고려대
문양춘	상무	1963.12	남	생활가전 Global CS팀 담당임원	영상디스플레이 Global CS팀 수석	조선대
박봉주	상무	1963.05	남	영상디스플레이 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당부장	서강대
박영선	상무	1965.12	남	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 품질보증실 담당수석	고려대
박재천	상무	1965.10	남	Saudi Arabia지점장	영상디스플레이 제품전략 담당부장	영남대
박진호	상무	1961.07	남	의료기기 전략마케팅팀장	IT솔루션 PC전략마케팅팀 담당임원	서울대(碩士)
박현종	상무	1963.09	남	삼성메디슨(파견)	Iran지점장	경북대
백지호	상무	1964.09	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 마케팅팀 담당부장	서울대(碩士)
변성호	상무	1964.01	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당임원	경북대
부성중	상무	1964.10	남	지원팀 담당임원	DMC부문 지원팀 담당임원	성균관대
성일경	상무	1964.01	남	영상전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 상품전략팀 담당임원	연세대
손현태	상무대우	1967.10	남	법무팀 담당임원	법무팀 담당부장	Coll. of William and Mary(碩士)
송기찬	상무	1963.05	남	구주총괄 지원팀장	DMC 글로벌지원팀 담당부장	성균관대
송원득	상무대우	1964.01	남	IP센터 기술분석팀 담당임원	반도체 지적재산팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
신동훈	상무	1963.02	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 키친솔루션사업팀 전략마케팅팀장	Univ. of Warwick(碩士)
신재호	상무	1964.11	남	SCS법인 담당임원	메모리 지원팀장	성균관대
심의경	상무	1964.10	남	DS부문 인사팀 담당임원	DS 인사팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)
안윤순	상무	1964.06	남	영상디스플레이 Global CS팀장	영상디스플레이 상품전략팀 담당임원	인하대
안재형	상무	1964.01	남	중남미총괄 지원팀장	프린팅솔루션 지원팀장	서강대
엄태훈	상무	1963.11	남	Open Innovation센터 담당임원	무선 상품전략팀 담당임원	서울대
오상훈	상무	1962.12	남	영상디스플레이 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 담당부장	광운대
유석영	상무	1963.04	남	DS부문 인사팀 담당임원	미래전략실 인사지원팀 담당임원	University of Michigan(碩士)
윤석준	상무	1964.07	남	미래전략 기획팀 담당임원		연세대(碩士)
윤성혁	상무	1962.09	남	STA 담당임원	SEA CB Div. 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(碩士)
윤성희	상무	1964.12	남	중국본사 담당임원	중국본사 담당부장	영남대
이강협	상무	1962.12	남	SEA 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	고려대
이광성	상무	1963.07	남	영상디스플레이 인사팀장	일본본사 담당임원	Keio Univ.(碩士)
이상규	상무	1961.06	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 Global CS팀 담당임원	경운대
이승욱	상무	1967.02	남	미래전략 전략2팀 담당임원	제일모직 편광필름사업팀장	Univ. of Akron(博士)
이재덕	상무	1963.08	남	경협사무국 담당임원	경제연구소 경영컨설팅실 담당부장	한양대

이재업	상무	1966.08	남	프린팅솔루션 전략마케팅팀 담당 임원	IT솔루션 PRT전략마케팅팀 담당임원	한국외국어대
이진규	상무	1961.12	남	네트워크 Business Solution팀 담 당임원	삼성엔지니어링 화공사업본부 담당임 원	서울대(碩士)
이철영	상무	1960.07	남	SEHK법인장	SEHK Set Div.장	한국외국어대
이평우	상무	1963.11	남	한국총괄 B2C영업팀장	한국총괄 경영지원팀 담당부장	성균관대
이흥모	상무대우	1962.10	남	DMC연구소 IP출원팀장	DMC연구소 기술전략팀 담당임원	연세대
인현진	상무	1961.04	남	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 구매팀 담당부장	세종대
장수철	상무	1961.09	남	Test&Package센터 제조기술2팀 장	Test&Package센터 GPO팀장	아주대(碩士)
전세원	상무	1964.12	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	SSI법인 담당부장	홍익대
정성미	상무	1964.10	여	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	GMO 마케팅전략팀 담당부장	연세대(碩士)
조은정	상무	1962.06	여	글로벌B2B센터 담당임원	글로벌마케팅연구소장	서울대(博士)
최방섭	상무	1963.04	남	미래전략 전략1팀 담당임원	STA 담당임원	서울대
최원진	상무	1964.01	남	지원팀 담당임원	DMC부문 지원팀 담당임원	성균관대
최인철	상무	1964.04	남	미래전략 기획팀 담당임원	삼성경제연구소 담당임원	연세대(博士)
최정준	상무	1965.08	남	미래전략 전략1팀 담당임원	DMC 지원팀 담당부장	성균관대
최주호	상무	1963.03	남	인사팀 담당임원	구주총괄 인사팀장	아주대(碩士)
최진규	상무	1962.09	남	프린팅솔루션 Global운영팀장	IT솔루션 Global운영팀 담당임원	건국대
필립바틀레	상무	1958.01	남	SEF 담당임원	SEF 법인장	ESA Grenoble(碩士)
허정호	상무	1962.06	남	영상디스플레이 지원팀 담당임원	DAS사업팀 담당임원	Long Island Univ.(碩士)
홍규식	상무	1963.03	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임 원	System LSI 품질팀장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(博士)
홍두희	상무	1964.02	남	무선 지원팀 담당임원	미래전략 경영진단팀 담당임원	Wake Forest Univ.(碩士)
홍현철	상무	1961.01	남	SELA법인장	영상전략마케팅팀 담당부장	한국외국어대
황우찬	상무	1962.10	남	제도개선T/F 담당임원	신문화T/F 담당임원	한양대(碩士)
강병일	상무	1968.02	남	미래전략 전략2팀 담당임원		건국대(碩士)
강석립	상무	1964.10	남	기흥/화성단지총괄 시스템기술팀 담당임원	메모리 제조센터 담당임원	경북대
경재형	상무	1964.02	남	무선 지원팀 담당임원	서남아총괄 경영지원팀장	성균관대
김남용	상무	1965.06	남	커뮤니케이션팀 담당임원	DMC부문 커뮤니케이션팀 담당임원	연세대
김대현	상무	1964.08	남	SEI법인장	SEH-S법인장	한국과학기술원(碩士)
김동기	상무	1964.01	남	DS부문 경영혁신팀장	DS부문 지원팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)
김동민	상무	1964.06	남	SEG법인장	SEBN법인장	고려대
김동중	상무	1965.02	남	생산기술연구소 담당임원	System LSI 지원팀장	아주대(碩士)
김득근	상무	1963.06	남	커뮤니케이션팀 담당임원	제조기술센터 제조기술팀 담당임원	연세대
김명욱	상무	1961.01	남	SIEL-P(N)공장장	SEM-P법인장	인하대
김상규	상무	1968.01	남	미래전략 전략1팀 담당임원	경영전략팀 담당부장	서울대(碩士)
김선식	상무	1964.06	남	DS부문 인사팀 담당임원	SAS 담당부장	성균관대(碩士)
김성은	상무	1967.01	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 상품전략팀 담당임원	한양대
김영도	상무	1962.12	남	상생협력센터 구매전략팀장	상생협력센터 구매전략팀 담당부장	경북대
김완수	상무	1961.08	남	SEM-P법인장	SIEL-P(N)공장장	삼성전자기술대학(碩士)
김재필	상무	1965.02	남	글로벌B2B센터 담당임원	IT솔루션 PRT전략마케팅팀 담당임원	서울대(碩士)
김종신	상무	1963.10	남	무선 전략마케팅실 담당임원	MSC 서비스운영팀 담당부장	연세대(碩士)
김준영	상무	1960.04	남	무선 인사팀 담당임원	무선 인사팀 담당부장	경북대
김창한	상무	1963.01	남	DS부문 기획팀 담당임원	생산기술연구소 담당임원	성균관대
김현도	상무	1966.04	남	무선 인사팀 담당임원	IT솔루션 인사팀장	연세대(碩士)
김현주	상무	1965.06	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	광운대
김형묵	상무	1965.12	남	SCIC 담당임원	SET-S 담당부장	대만 경정대(碩士)

나기홍	상무	1966.03	남	DMC연구소 인사팀장	DMC연구소 담당임원	고려대
남정현	상무대우	1964.04	남	글로벌기술센터 제조혁신팀장	제조기술센터 제조혁신팀 담당부장	천안공고
류문형	상무	1965.07	남	지원팀 담당임원	글로벌지원팀 담당임원	서울대
문성우	상무	1971.12	남	경영혁신팀 담당임원	경영혁신팀 담당부장	한국과학기술원(博士)
문성현	상무	1963.09	남	SET법인장	SET Div. 담당부장	Touro University International(碩士)
문정주	상무	1962.03	남	TSLED법인장	Test&Package센터 제조2팀장	명지대
문태경	상무	1962.03	남	한국총괄 B2C영업팀 담당임원	한국총괄 중부지사장	고려대
박경철	상무	1964.02	남	SEDA-S 판매부문장	SEPCO법인장	연세대
박봉출	상무	1964.01	남	영상디스플레이 구매팀 담당임원	인사팀 담당부장	송실대
박종우	상무	1965.06	남	System LSI 품질팀장	S.LSI 품질팀 담당임원	Lehigh Univ.(博士)
박진영	상무	1964.02	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당임원	Tsukuba Univ.(碩士)
박천호	상무	1964.07	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	서울대(碩士)
백홍주	상무	1961.12	남	SCS법인 담당임원	메모리 제조센터 담당임원	인하대
서동면	상무	1963.02	남	미래전략 커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	한양대
서양석	상무	1966.10	남	서남아총괄 지원팀장	정보전략팀 담당임원	Thunderbird(碩士)
서영범	상무	1965.05	남	System LSI 지원팀장	System LSI 지원팀 담당임원	연세대(碩士)
송봉섭	상무	1965.04	남	생활가전 인사팀장	수원지원센터 인사팀장	경북대
송하석	상무	1963.07	남	미래전략 경영진단팀 담당임원	경영진단팀 담당부장	성균관대
신종민	상무	1962.10	남	TSTC법인장	SSET법인장	울산대
신현호	상무	1964.10	남	프린팅솔루션 인사팀장	북미 IRO	연세대
심재황	상무	1964.09	남	STA 담당임원	무선 지원팀 담당임원	Michigan, Ann Arbor(碩士)
아넷	상무	1960.02	남	TSE-S 담당임원	SEIN-S 담당임원	Bridgeport(碩士)
양준호	상무대우	1971.02	남	영상디스플레이 디자인팀 담당임원	영상디스플레이 디자인 담당임원	세종대
오세용	상무	1962.06	남	지원팀 담당임원	DMC부문 글로벌지원팀 담당임원	중앙대
오창건	상무	1962.01	남	SELS법인장	SELS 담당부장	한국과학기술원(碩士)
우종근	상무	1961.04	남	성균관대(파견)	무선 전략마케팅팀 담당부장	성균관대
유희상	상무	1962.06	남	삼성전자서비스(파견)	종합기술원 인사팀장	중앙대
윤석모	상무	1965.07	남	종합기술원 기획지원실 지원팀장	아프리카총괄 경영지원팀장	서울대
음두찬	상무	1965.12	남	SRA-SV연구소장	소프트웨어센터 담당임원	한국과학기술원(碩士)
이계성	상무대우	1967.11	남	준법지원팀 담당임원	해외법무팀 담당임원	St. Louis Univ.(碩士)
이규열	상무	1966.05	남	메모리제조센터 담당임원	메모리 제조센터 담당수석	항공대
이민혁	상무대우	1972.02	남	무선 디자인팀 담당임원	무선 디자인 수석	경희대
이병철	상무	1965.10	남	중국본사 담당임원	중국본사 담당부장	청화대(清華大)(碩士)
이성식	상무대우	1964.05	남	무선 디자인팀 담당임원	무선 디자인 수석	서울대(碩士)
이영구	상무	1963.05	남	Media Solution센터 Ecosystem Integration팀 담당임원	무선 개발실 담당부장	서강대
이용희	상무	1966.04	남	삼성전자로지텍(파견)	SEJ 담당임원	서울대(碩士)
이준규	상무	1966.01	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	네트워크사업부 I/I사업팀 담당부장	연세대
이태우	상무	1959.10	남	메모리제조센터 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	한양대
이현식	상무	1964.12	남	한국총괄 B2B영업팀장	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	연세대(碩士)
임백균	상무	1963.02	남	메모리제조센터 담당임원	메모리 제조센터 담당수석	삼성전자기술대학(碩士)
임성택	상무	1966.06	남	미래전략 인사지원팀 담당임원	인사팀 담당부장	연세대
장성재	상무	1965.06	남	미래전략 경영진단팀 담당임원	무선 지원팀 담당임원	서강대
전승준	상무	1962.06	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	한양대(碩士)
정윤	상무	1967.05	남	SETK법인장	무선 전략마케팅팀 담당임원	서울대(博士)

정해린	상무	1964.11	남	미래전략 전략2팀 담당임원	지원팀 담당임원	고려대
조기중	상무	1961.06	남	한국총괄 모바일영업팀 담당임원	한국총괄 애니콜영업팀 담당부장	성균관대(碩士)
조덕현	상무	1966.02	남	지원팀 담당임원	글로벌지원팀 담당임원	경북대
조성현	상무	1963.06	남	준법지원팀 담당임원	재경팀 담당임원	서울대
진연탁	상무	1963.05	남	SCIC 담당임원	SCIC 담당부장	성균관대(碩士)
차원대	상무	1965.03	남	무선 Global운영실 구매 담당임원	무선 Global구매팀 담당부장	서강대(碩士)
채원철	상무	1966.05	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발관리팀 담당부장	광운대
최병성	상무	1962.10	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEA 담당임원	동국대
최수영	상무	1965.11	남	미래전략 전략1팀 담당임원	사업지원팀 담당부장	고려대
최승식	상무	1966.01	남	SEKZ법인장	SERC 담당임원	고려대
최영민	상무	1961.09	남	인재개발원 담당임원	인재개발센터 담당부장	경희대(博士)
최영섭	상무	1963.11	남	북미총괄 CS팀장	CS환경센터 Global서비스팀 담당부장	성균관대
최윤범	상무	1963.02	남	Media Solution센터 지원팀장	SSEC 담당임원	경원대
최익석	상무	1960.07	남	영상전략마케팅팀 담당임원	SAMCOL법인장	한국과학기술원(碩士)
최찬규	상무	1962.01	남	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 구매팀 담당부장	단국대
최환진	상무	1965.11	남	삼성경제연구소(파견)	경영혁신지원센터 담당임원	성균관대
플리데스키	상무	1968.01	남	SECA 불법인장	SEA 담당임원	McMaster Univ.
한스	상무	1957.03	남	SEG 불법인장	SEG VP	Konrad-Heresbach-Gymnasium
한승훈	상무	1965.07	남	System LSI Foundry사업팀 담당 임원	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	Iowa State Univ.(博士)
한민국	상무	1964.11	남	기획팀 담당임원	기획팀 담당부장	한양대
함현주	상무	1965.12	남	LED 전략마케팅팀 담당임원	LED 전략마케팅팀 담당수석	고려대(碩士)
홍광수	상무	1963.08	남	글로벌B2B센터 담당임원	디지털이미징 Global운영팀 담당부장	송실대
홍성룡	상무	1963.11	남	아프리카총괄	SETK법인장	고려대(碩士)
황기영	상무	1961.06	남	정보보호센터장	삼성SDS 전자/제조인프라1팀장	고려대(碩士)
강동훈	상무대우	1970.12	남	준법경영실 담당임원	준법경영실 책임변호사	Georgetown Univ.(碩士)
강민호	상무	1964.05	남	SEV 담당임원	무선 지원팀 담당부장	경북대
강임수	상무	1963.07	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임 원	System LSI 전략마케팅팀 담당부장	성균관대(碩士)
강종문	상무	1964.10	남	삼성메디슨(파견)	글로벌지원팀 담당임원	연세대
고재영	상무	1964.08	남	무선 지원팀 담당임원	네트워크 지원팀장	서울대
권재훈	상무	1964.04	남	SEAU법인장	SME법인장	한국외국어대
그리피스	상무	1961.06	남	SEUK법인장	SEUK CE Biz.팀장	Ardlegh Green College
김기선	상무	1968.04	여	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(碩士)
김도경	상무	1964.02	남	Media Solution센터 서비스마케팅 팀 담당임원	Media Solution센터 서비스운영팀 담 당임원	서강대
김도현	상무대우	1975.03	남	준법경영실 담당임원	법무실 수석변호사	서울대
김동욱	상무	1968.10	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	연세대(碩士)
김동진	상무	1963.06	남	SCIC 담당임원	SCIC 담당부장	연세대
김동환	상무	1964.06	남	감사팀 담당임원	싱가폴IPC 담당부장	항공대
김민섭	상무	1966.02	남	DS부문 지원팀 담당임원	DS부문 지원팀 담당부장	성균관대
김성환	상무	1964.07	남	SEDA-S 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당부장	고려대(碩士)
김송신	상무	1964.05	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SEJ 담당임원	항공대(碩士)
김영수	상무	1966.08	남	SGE법인장	영상디스플레이사업부 마케그룹장	서강대
김영운	상무	1961.08	남	소프트웨어센터 S/W전략팀장	SRK연구소장	연세대
김영태	상무	1963.10	남	생활가전 C&M사업팀 담당임원	생활가전 개발기획그룹장	서울대
김영호	상무	1964.12	남	재경팀 담당임원	경영진단팀 담당부장	Tulane Univ.(碩士)
김유석	상무대우	1965.04	남	IP센터 라이선싱팀 담당임원	IP센터 IP전략팀 담당임원	Washington Univ. in St. Louis(博士)
김정렬	상무	1963.03	남	LED 지원팀장	SSW 담당임원	경희대

김중현	상무	1966.08	남	인사팀 담당임원	인재개발센터 담당임원	육사
김태관	상무	1965.01	남	생활가전 지원팀 담당임원	전략T/F 담당부장	고려대
김택성	상무대우	1962.08	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 기획지원팀 담당부장	Franklin Pierce Law Center(博士)
김학래	상무	1962.02	남	글로벌기술센터 자동화기술팀장	생산기술연구소 수석	한양대
김현석	상무	1964.06	남	SEHZ 담당임원	중국총괄 경영지원팀 담당임원	서강대
노블릿	상무	1960.06	남	SALS 副법인장	SEA 담당임원	Chapman Univ.(碩士)
더못라이언	상무	1962.09	남	DS부문 구주총괄	DS부문 구주총괄 담당임원	Limerick Regional Technical College
바우만	상무	1966.05	남	SEPOL법인장	구주총괄 마케팅팀장	Univ. of Bath(碩士)
박경호	상무	1965.06	남	종합기술원 기획지원실 기획팀 담당임원	종합기술원 CTO전략팀 담당임원	성균관대
박성호	상무	1968.09	남	SEV 담당임원	무선 Global제조센터 담당임원	경북대(碩士)
박세웅	상무	1966.04	남	영상디스플레이 Global제조팀장	영상디스플레이 개발팀 수석	연세대
박윤희	상무	1965.09	남	글로벌마케팅실 마케팅전략팀장	글로벌마케팅실 담당임원	서울대
배학범	상무	1963.08	남	SEDA-P(M) 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	경희대
백수하	상무	1964.02	남	커뮤니케이션팀 담당임원		한양대
버디니코스	상무	1961.11	남	SAS법인 담당임원	SAS VP	Round Rock High School
서종열	상무	1962.07	남	S.LSI제조센터 담당임원	메모리 제조센터 담당임원	성균관대
손기태	상무	1967.12	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	SEA 담당임원	서울대
손병일	상무	1960.11	남	SSEC 담당임원	제조기술센터 경영지원그룹장	한양대
송규중	상무	1968.07	남	미래전략 경영진단팀 담당임원	경영진단팀 담당부장	서울대
신동호	상무	1963.10	남	System LSI Global운영팀장	S.LSI Global운영팀 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(碩士)
신진욱	상무	1962.12	남	글로벌마케팅실 담당임원	SEWA법인장	성균관대
실비오	상무	1961.02	남	SEDA-S 담당임원	중남미총괄 VP	Instituto Maua de Tecnologia
안민용	상무	1963.06	남	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 품질보증실 담당수석	경북대
안용일	상무대우	1971.02	남	디자인경영센터 선행디자인팀 담당임원	디자인경영센터 수석	한국과학기술원(碩士)
안정수	상무	1964.01	남	메모리제조센터 담당임원	메모리 제조센터 담당수석	고려대
양경택	상무	1964.02	남	한국총괄 지원팀장	한국총괄 경영지원팀 담당임원	서강대
양석환	상무	1962.05	남	SALS법인장	DMC부문 경영혁신팀 담당임원	Purdue Univ.(碩士)
엄재훈	상무	1966.06	남	SCIC 마케팅팀 담당임원	중국총괄 Retail Management팀장	서강대(碩士)
원제형	상무	1963.05	남	메모리제조센터 담당임원	메모리 제조센터 담당수석	Osaka Univ.(博士)
윤희중	상무	1961.01	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	LED 마케팅팀장	Purdue Univ.(碩士)
이강길	상무	1963.06	남	SESK 담당임원	생활가전 지원팀 담당임원	전북대
이경태	상무	1966.12	남	기획팀 담당임원	경영지원실 기획팀 담당부장	서울대(碩士)
이규진	상무	1961.07	남	SEH-P법인장	SAVINA법인장	성균관대
이동근	상무	1963.01	남	무선 인사팀 담당임원	정보보호센터 담당부장	고려대(碩士)
이병준	상무	1968.01	남	미래전략 전략1팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	경희대(碩士)
이선영	상무	1967.12	여	메모리제조센터 담당임원	메모리 제조센터 담당수석	한국과학기술원(博士)
이선영	상무	1965.04	남	한국총괄 B2C영업팀 담당임원	한국총괄 B2C영업 강원지사장	한양대
이스트반	상무	1957.06	남	SEH-S법인장	구주총괄 SEH-S Sales & Marketing팀장	Univ. of Pecs(博士)
이승백	상무	1964.02	남	DS부문 커뮤니케이션팀장	DS부문 인사팀 담당임원	중앙대
이용호	상무	1964.04	남	한국총괄 마케팅팀 담당임원	한국총괄 B2B영업 B2B마케팅그룹장	연세대
이우섭	상무	1966.05	남	무선 Global운영실 구매 담당임원	감사팀 담당부장	성균관대
이종진	상무	1962.08	남	미래전략 전략2팀 담당임원		서울시립대
이창영	상무	1963.01	남	무선 Global CS팀 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	경북대

임성관	상무	1962.02	남	LED 품질팀장	System LSI 품질 담당임원	경북대
임춘수	상무	1964.07	남	구미지원센터 인사팀장	구미지원센터 인사 담당부장	영남대
임휘용	상무	1965.02	남	수원지원센터 인사팀장	무선 인사팀 담당임원	서강대
장재혁	상무	1967.10	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	중앙대
장정환	상무대우	1967.12	남	한국총괄 지원팀 담당임원	한국총괄 경영지원팀 담당임원	Univ. of Southern California(碩士)
전경빈	상무	1966.12	남	CS환경센터 품질혁신팀장	감사팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
전충삼	상무	1965.08	남	메모리제조센터 담당임원	메모리 제조센터 담당수석	한국과학기술원(博士)
정광열	상무	1965.09	남	커뮤니케이션팀 담당임원	DMC부문 커뮤니케이션팀 담당임원	연세대(碩士)
정기수	상무	1965.02	남	중국본사 담당임원	영상디스플레이 인사 담당부장	연세대
정상인	상무대우	1969.06	남	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 담당임원	Case Western Reserve Univ.(碩士)
정영락	상무	1962.10	남	영상전략마케팅팀 담당임원	SEROM법인장	단국대
정홍구	상무	1964.08	남	중동총괄 지원팀장	글로벌경영연구센터 담당부장	고려대
정희용	상무	1964.05	남	SEM-S법인장	SEASA법인장	성균관대
조상호	상무	1965.02	남	SENA법인장	SEAG법인장	경희대
진용훈	상무	1964.08	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 상품전략팀 담당임원	연세대(碩士)
진호태	상무	1965.09	남	Test&Package센터 제조기술1팀장	Test&Package센터 제조3팀장	부산대
차권환	상무	1965.04	남	TSTC 담당임원	디지털이미징 지원 담당임원	부산대
최완우	상무	1965.02	남	DS부문 인사팀 담당임원	Test&Package센터 인사팀장	서강대
최종열	상무대우	1967.06	남	생활가전 디자인 담당임원	디자인경영센터 수석	서울대(碩士)
허국	상무	1965.08	남	DS부문 중국총괄 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	서강대
허길영	상무	1965.08	남	DS부문 지원팀 담당임원	Test&Package센터 지원팀장	강남대
허동철	상무	1962.10	남	S.LSI제조센터 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	송실대
홍승오	상무	1968.10	남	기획팀 담당임원	경영지원실 사업전략 담당부장	London Business Sch. (LBS)(碩士)
가네코	상무	1958.12	남	DS부문 일본총괄 담당임원	DS부문 일본총괄 VP	Musashi Univ.
강성일	상무	1965.11	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 제품기술팀 담당부장	경일대
강윤석	상무	1964.05	남	Test&Package센터 인사팀장	반도체연구소 담당부장	연세대
강현석	상무	1963.08	남	SIEL-S 담당임원	SEPOL 담당부장	서강대
고희권	상무	1965.08	남	Media Solution센터 기획 담당임원	전략T/F 담당부장	연세대(碩士)
권태훈	상무	1968.02	남	DS부문 일본총괄 담당임원	DS부문 일본총괄 담당부장	North Carolina, Chapel Hill(碩士)
김개연	상무	1969.10	남	무선 전략마케팅실 담당임원	영상디스플레이 상품기획팀 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(碩士)
김경훈	상무대우	1974.01	남	영상디스플레이 디자인팀 담당임원	영상디스플레이 디자인 담당임원	중앙대
김기용	상무	1965.12	남	SEDA-P(M) 담당임원	영상디스플레이 구매팀 담당임원	한양대
김도현	상무	1965.04	남	무선 전략마케팅실 담당임원	디지털이미징 전략마케팅팀 담당임원	항공대
김방룡	상무	1964.04	남	SEWA법인장	Ghana분소장	성균관대
김병주	상무	1966.01	남	무선 전략마케팅실 담당임원	IT솔루션 PC전략마케팅팀 담당부장	중앙대
김승규	상무	1968.12	남	한국총괄 인사팀장	한국총괄 인사 담당부장	HELSINKI SCH OF ECONOMICS(碩士)
김윤수	상무	1967.12	남	SERC 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Thunderbird(碩士)
김은중	상무	1965.06	남	메모리 Global운영팀장	메모리 Global운영팀 담당부장	성균관대
김종근	상무	1967.06	남	무선 Global제조센터 Global제조 지원팀장	감사팀 담당부장	경북대
김종두	상무	1964.09	남	무선 Global운영실 구매 담당임원	무선 Global구매팀 담당부장	부산대
김종민	상무	1968.03	남	IRO	인력개발원 담당부장	Univ. of Pennsylvania(碩士)
김준한	상무대우	1965.08	남	종합기술원 기획지원실 담당임원	종합기술원 CTO전략팀 담당임원	연세대(博士)
김현철	상무	1966.12	남	삼성전자판매(파견)	한국총괄 마케팅팀 담당임원	성균관대
김형남	상무	1965.06	남	감사팀 담당임원	감사팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)
김호진	상무	1966.08	남	한국총괄 모바일영업팀 담당임원	한국총괄 모바일영업팀 담당부장	성균관대

까를로	상무	1971.01	남	SEI 불법인장	SEI VP	UNIVERSITA STATALE DI MILANO(碩士)
나운천	상무	1967.02	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(碩士)
남길준	상무	1963.08	남	STA 담당임원	STMA 담당부장	서강대
노세권	상무	1963.06	남	SERC 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	고려대
노형훈	상무	1964.11	남	생활가전 Global제조센터 담당임원	SSEC 담당부장	고려대
두영수	상무	1963.11	남	System LSI 기획팀 담당임원	System LSI 기획팀 담당부장	인하대
마틴	상무	1970.02	남	SEG 담당임원	SEG VP	Staatl. Berufsakademie Mannheim
맹경우	상무	1970.02	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	서울대(博士)
문석준	상무	1966.11	남	SCIC 담당임원	중국총괄 전략유통팀장	경북대
박광채	상무	1964.04	남	수원지원센터 지원팀장	수원지원센터 재무지원팀 담당부장	서울대
박덕규	상무	1965.01	남	Iran지점장	SEEG-S법인장	중앙대
박동수	상무	1966.12	남	서남아총괄 CS팀장	CS환경센터 Global서비스팀 담당부장	광주대
박범주	상무	1966.04	남	인재개발원 담당임원	인재개발센터 담당부장	아주대(博士)
박석민	상무	1970.12	남	경영혁신팀 담당임원	경영혁신팀 담당부장	Univ. of Texas, Austin(博士)
박시훈	상무	1965.04	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	EDO장	한양대
박종태	상무	1965.05	남	Test&Package센터 Global제조혁신팀장	Test&Package센터 제조기술2팀장	명지대
박찬우	상무	1973.05	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 상품전략팀 담당부장	Stanford University(博士)
박철영	상무	1967.04	남	미래전략 커뮤니케이션팀 담당임원		연세대(碩士)
박철용	상무	1966.04	남	CIS총괄 지원팀장	글로벌지원팀 담당부장	서강대
방현우	상무	1967.07	남	인사팀 담당임원	인사팀 담당부장	고려대(碩士)
서영혁	상무	1964.12	남	DS부문 감사팀 담당임원	DS부문 감사팀 담당부장	성균관대
서응교	상무	1964.11	남	지원팀 담당임원	서남아총괄 경영지원팀장	서울대
손명식	상무	1966.10	남	경영혁신팀 담당임원	정보전략팀 담당임원	송실대
손종록	상무	1963.08	남	프린팅솔루션 전략마케팅팀 담당임원	IT솔루션 PRT전략마케팅팀 담당부장	중앙대
송태호	상무	1964.04	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 기획팀장	영남대
스틴지아노	상무	1966.02	남	SEA 담당임원	SEA CB Div. SVP	Rutgers Univ.
신성우	상무	1965.12	남	SAS법인 담당임원	SAS법인 담당부장	연세대
신수철	상무	1962.08	남	글로벌B2B센터 담당임원	삼성물산 일반화학팀장	영남대
안준연	상무	1965.07	남	무선 Global CS팀 담당임원	무선 Global CS팀 담당부장	경운대
양동성	상무	1967.12	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	성균관대
양문식	상무대우	1972.02	남	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 변호사	Duke Univ.(碩士)
예벨레	상무	1971.03	남	SEF 불법인장	SEF VP	Institut Superieur de Gestion Paris
오창민	상무	1965.02	남	SEJ 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	서울대(碩士)
오치오	상무	1967.01	남	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	종합기술원 인사팀 담당부장	건국대(碩士)
유영훈	상무	1963.04	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	State Univ. of New York, Stony Brook(碩士)
유우석	상무	1963.08	남	무선 Global운영실 구매 담당임원	무선 Global구매팀 담당부장	성균관대
윤여봉	상무	1964.10	남	중동총괄 마케팅팀장	무선 전략마케팅실 담당임원	고려대
윤재호	상무	1965.10	남	LED 기획팀장	LED 기획팀 담당부장	한양대
윤태양	상무	1968.12	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 담당수석	고려대(碩士)
이기수	상무	1964.07	남	TSE-P법인장	TSE-P 수석	한양대(碩士)
이기호	상무	1964.06	남	SEBN법인장	SEGR법인장	성균관대
이덕상	상무	1958.06	남	SEHZ 담당임원	SEHZ 담당부장	양곡종교

이동용	상무	1963.10	남	SME법인장	영상전략마케팅팀 담당임원	성균관대
이람	상무	1962.07	남	SAMEX 담당임원		Alliant International Univ.(碩士)
이문철	상무	1964.03	남	STA 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	한양대
이민규	상무	1963.10	남	아프리카총괄 지원팀장	글로벌지원팀 담당부장	연세대
이상길	상무	1965.08	남	DS부문 미주총괄 담당임원	DS부문 구주총괄 담당부장	서강대
이상재	상무	1965.06	남	글로벌기술센터 인사 담당임원	영상디스플레이 인사팀 담당부장	중앙대
이성민	상무	1964.09	남	DS부문 중국총괄 담당임원	DS부문 중국총괄 담당부장	성균관대
이승구	상무	1969.08	남	SEG 담당임원	SEG 담당부장	성균관대
이승범	상무	1964.07	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	System LSI 전략마케팅팀 담당부장	동국대
이영태	상무대우	1963.09	남	SEV 담당임원	무선 제품기술팀 담당부장	삼성경영기술대학
이재룡	상무	1964.03	남	영상전략마케팅팀 담당임원	SEA 담당부장	Western Illinois Univ.(碩士)
이재영	상무	1965.02	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SERC 담당임원	고려대
이정주	상무	1964.06	남	SCIC 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당부장	고려대
이종오	상무	1963.04	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SEEA법인장	한국외국어대
이철희	상무	1963.04	남	무선 지원팀 담당임원	SETK 담당부장	성균관대
이현	상무	1969.02	남	SAPL법인장	동남아총괄 마케팅팀 담당부장	Syracuse Univ.(碩士)
이홍빈	상무	1964.04	남	생활가전 Global제조센터 담당임원	영상디스플레이 Global제조센터 담당임원	명지대
장문석	상무	1969.03	남	무선 Global운영실 Global운영 담당임원	무선 Global운영팀 담당부장	항공대
장성대	상무	1964.08	남	기흥/화성단지총괄 Infra기술센터 담당임원	메모리 제조센터 담당임원	동국대
장창구	상무	1967.03	남	한국총괄 모바일영업팀 담당임원	한국총괄 마케팅팀 담당부장	성균관대
장현석	상무	1966.03	남	SECH법인장	Caracas분소장	고려대
전용병	상무	1966.08	남	무선 전략마케팅실 담당임원	감사팀 담당부장	북경대(碩士)
전일환	상무	1966.02	남	S.LSI제조센터 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당수석	인하대
정광명	상무	1964.04	남	생활가전 광주지원팀장	무선 인사팀 담당부장	전남대
정명호	상무	1962.08	남	STA 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	성균관대
정사울	상무	1966.11	남	SEG 담당임원	SEG 담당부장	고려대
정원영	상무	1965.05	남	중국본사 담당임원	중국본사 담당부장	고려대
제현웅	상무	1968.03	남	반도체연구소 담당임원	DS부문 인사팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)
조국환	상무	1964.06	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 미주총괄 담당부장	명지대
조성로	상무	1965.02	남	생활가전 지원팀 담당임원	SEG 담당임원	부산대
조성수	상무	1966.12	남	프린팅솔루션 지원팀 담당임원	미래전략 전략2팀 담당부장	서울대
조용취	상무	1968.06	남	비서팀장	비서팀 담당부장	연세대
조인하	상무	1974.02	여	영상전략마케팅팀 담당임원	SEASA 담당부장	서강대(碩士)
조장호	상무	1963.08	남	Test&Package센터 지원팀장	준법지원팀 담당부장	경희대
조재식	상무	1963.04	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 제품기술팀 담당부장	경북대
주창훈	상무	1970.10	남	미래전략 인사지원팀 담당임원	인사팀 담당임원	아주대(碩士)
지현기	상무	1968.01	남	DS부문 기획팀 담당임원	DS부문 기획팀 담당부장	Illinois, Urbana-Champaign(碩士)
진연기	상무	1963.01	남	한국총괄 B2C영업팀 담당임원	한국총괄 B2C영업 경북지사장	송실대
케번리	상무	1962.07	남	DS부문 미주총괄 담당임원	DS부문 미주총괄 담당부장	Univ. of Texas, Austin
플브래넌	상무	1960.11	남	SECA 담당임원	SECA VP	Carleton Univ.
피터반헤케	상무	1957.01	남	Belgium지점장	SEBN VP	쿠글베르흐왕립학교
홍인국	상무	1965.03	남	SEF 담당임원	SEUK 담당부장	경희대
가르시아	상무	1972.08	남	SESA 담당임원	SESA VP	AEDEM
고상범	상무대우	1965.10	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 제품기술팀 담당부장	부산대
김광진	상무	1965.12	남	영상전략마케팅팀 담당임원	영상전략마케팅팀 담당부장	고려대

김기건	상무	1964.02	남	영상디스플레이 Global CS팀 담당 임원	영상디스플레이 Global CS팀 담당부장	광운대
김기훈	상무	1968.05	남	지원팀 담당임원	글로벌지원팀 담당부장	Univ. of Baltimore(碩士)
김대원	상무	1965.11	남	SECZ법인장	무선 전략마케팅실 담당부장	성균관대(碩士)
김덕민	상무	1965.03	남	무선 이미징사업팀 담당임원	디지털이미징 Global CS팀 담당부장	성균관대
김병도	상무	1967.03	남	글로벌마케팅실 마케팅전략팀 담 당임원	글로벌마케팅실 담당부장	서강대(碩士)
김상백	상무	1964.08	남	SEEA법인장	Ghana지점장	고려대
김상용	상무	1970.11	남	미래전략 인사지원팀 담당임원	미래전략 인사지원팀 담당부장	연세대
김상우	상무대우	1971.01	남	준법경영실 담당임원	준법경영실 수석변호사	서울대
김세호	상무	1967.10	남	SEAD법인장	영상전략마케팅실 담당부장	동국대
김수진	상무	1969.08	여	커뮤니케이션팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 책임변호사	Univ. of Pennsylvania(博士)
김승민	상무	1967.03	남	SEA 담당임원	SEA 담당부장	성균관대
김연성	상무	1966.05	남	SEJ 담당임원	DS부문 일본총괄 담당부장	MIT(碩士)
김유리	상무대우	1967.05	여	DMC연구소 IP출원팀 담당임원	DMC연구소 기술전략팀 담당부장	Univ. of Pittsburgh(博士)
김이섭	상무	1965.07	남	프린팅솔루션 전략마케팅팀 담당 임원	프린팅솔루션 전략마케팅팀 담당부장	서울대(碩士)
김재욱	상무	1965.05	남	상생협력센터 상생협력팀 담당임 원	상생협력센터 구매전략팀 담당부장	국민대
김재준	상무	1968.01	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	서울대(碩士)
김정우	상무	1965.04	남	SEROM법인장	SEB법인장	고려대
김종균	상무	1966.08	남	경영혁신팀 담당임원	정보전략팀 담당부장	경상대
김진수	상무대우	1971.10	남	무선 디자인팀 담당임원	무선 디자인 수석	국민대
김철기	상무	1968.03	남	SAVINA-S법인장	SME 담당부장	경북대
김태경	상무	1968.12	남	중국총괄 지원팀 담당임원	지원팀 담당부장	부산대
김형준	상무	1966.11	남	미래전략 전략1팀 담당임원	SAMEX 담당부장	Emory Univ.(碩士)
김희선	상무	1969.10	여	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	Duke Univ.(碩士)
노상석	상무	1964.09	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	한국외국어대
데니맥글린	상무	1966.11	남	SEA 담당임원	SEA SVP	Villanova Univ.(碩士)
도문현	상무	1965.01	남	무선 광소재사업팀 담당임원	무선 개발실 수석	경북대(碩士)
라스안손	상무	1961.10	남	SENA 담당임원	SENA VP	RMI Berghs
메노	상무	1968.06	남	SEBN 담당임원	SEBN VP	Haarlem Business School
문국열	상무	1969.01	남	SEV 담당임원	무선 Global제조센터 담당부장	구미1대
박광준	상무	1964.11	남	기흥/화성단지총괄 지원팀장	기흥/화성단지총괄 지원팀장	송실대
박동찬	상무	1965.02	남	DS부문 미주총괄 담당임원	S.LSI 전략마케팅팀 담당부장	Case Western Reserve Univ.(博士)
박순철	상무	1966.07	남	네트워크 지원팀 담당임원	미래전략 전략2팀 담당부장	연세대
박영석	상무	1964.09	남	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 구매팀 담당부장	명지대
박정현	상무	1964.09	남	SEPAK법인장	한국총괄 모바일영업팀 담당부장	서강대
박천호	상무	1967.06	남	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	서강대(碩士)
박태수	상무	1962.11	남	S.LSI제조센터 담당임원	S.LSI제조센터 담당부장	중앙대
박효상	상무	1967.08	남	미래전략 커뮤니케이션팀 담당임 원	미래전략 커뮤니케이션팀 담당부장	한양대
백중수	상무	1971.01	남	교육파견	미래전략 커뮤니케이션팀 담당부장	서울대(碩士)
베난시오	상무	1954.05	남	SEM-P 담당임원	SEM-P VP	National Polytechnic Institute
서경욱	상무	1966.10	남	무선 전략마케팅실 담당임원	비서팀 담당부장	Michigan State Univ.(碩士)
서기호	상무	1964.03	남	S.LSI제조센터 담당임원	S.LSI제조센터 담당부장	항공대
서형석	상무	1968.02	남	DS부문 중국총괄 담당임원	DS부문 중국총괄 담당부장	연세대(碩士)
석종욱	상무	1969.06	남	LED제조센터 담당임원	LED제조센터 담당수석	광운대
손성원	상무	1969.02	남	SEG 담당임원	지원팀 담당부장	연세대(碩士)

송명주	상무	1970.02	여	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	동남아총괄 마케팅팀 담당부장	서강대(碩士)
송현주	상무대우	1969.03	여	생활가전 디자인 담당임원	생활가전 디자인 수석	한국과학기술원(碩士)
신승승	상무	1965.12	남	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당부장	중앙대
신용인	상무	1969.11	남	SEV 담당임원	SEV 담당부장	서강대
심재덕	상무	1973.07	남	무선 전략마케팅실 담당임원	중국본사 담당부장	Columbia Univ.(碩士)
안상호	상무	1965.03	남	Test&Package센터 Package기술 팀장	Test&Package센터 Package기술팀장	한국과학기술원(碩士)
안재우	상무	1969.12	남	중국총괄 인사팀장	인사팀 담당부장	고려대
양예목	상무	1965.03	남	영상디스플레이 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 담당부장	항공대
양정원	상무	1970.01	여	영상전략마케팅팀 담당임원	영상전략마케팅팀 담당부장	연세대
여명구	상무	1970.10	남	기흥/화성단지총괄 인사팀장	기흥/화성단지총괄 인사팀장	충북대
연경희	상무	1971.08	여	SENZ법인장	글로벌지원팀 담당부장	경원대
오병민	상무	1967.02	남	기흥/화성단지총괄 환경안전팀 담 당임원	SDC 감사팀 담당부장	광운대
오종훈	상무	1969.10	남	System LSI 지원팀 담당임원	DS부문 경영지원실	Purdue Univ.(碩士)
원종현	상무	1967.05	남	영상디스플레이 지원팀 담당임원	북미총괄 경영지원팀 담당부장	성균관대
유택형	상무	1969.01	남	SEJ 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당부장	전남대
윤종상	상무	1965.12	남	무선 지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당부장	연세대
윤준오	상무	1967.06	남	전략T/F 담당임원	전략T/F 담당부장	건국대
윤창훈	상무	1965.06	남	무선 광소재사업팀장	LATO 담당부장	경희대
이경우	상무	1965.10	남	IRO	프린팅솔루션 인사팀 담당부장	도시사대(博士)
이규호	상무	1969.06	남	인사팀 담당임원	인사팀 담당부장	서강대
이동우	상무	1967.06	남	지원팀 담당임원	지원팀 담당부장	경북대
이동준	상무	1970.12	남	한국총괄 지원팀 담당임원	한국총괄 경영지원팀 담당부장	고려대
이상훈	상무	1963.09	남	글로벌B2B센터 담당임원	글로벌B2B센터 담당부장	항공대
이성현	상무	1966.07	남	SAMCOL법인장	영상전략마케팅팀 담당부장	홍익대
이영순	상무	1966.10	여	인재개발원 담당임원	인사팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)
이영호	상무	1967.07	남	SCIC 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	Maryland, Coll. Park(碩士)
이원준	상무	1970.02	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	연세대
이재성	상무	1967.08	남	LED 인사팀장	S.LSI 인사팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)
이재용	상무	1969.04	남	Media Solution센터 Big Data센터 담당임원	Media Solution센터 서비스운영팀 담 당부장	London Sch. of Economics(博士)
이철구	상무	1968.07	남	SEVT 담당임원	SEV 담당부장	강남대
이정용	상무	1968.12	남	SEPCO법인장	동남아총괄 마케팅팀 담당부장	MIT(碩士)
이충순	상무	1967.09	남	SEGR법인장	SEH-S 법인장	고려대
이환구	상무	1964.03	남	DS부문 구조총괄 담당임원	DS부문 구조총괄 담당부장	성균관대
임성욱	상무	1964.02	남	SEDA-P(M) 담당임원	TSTC 담당부장	영남대
임종규	상무	1965.06	남	감사팀 담당임원	재경팀 담당부장	연세대
장다니엘	상무	1971.07	남	무선 전략마케팅실 담당임원	ETO VP	REIMS Management School(碩士)
장호영	상무	1968.01	남	SEV 담당임원	무선 Global운영실 구매 담당부장	경북대
전진욱	상무	1962.05	남	LED제조센터 담당임원	LED제조센터 담당부장	대구대
전필규	상무	1968.11	남	북미총괄 인사팀장	인사팀 담당부장	HELSINKI SCH OF ECONOMICS(碩士)
정규범	상무	1962.08	남	SEMA법인장	생활가전 Global제조센터 담당부장	아주대
정규진	상무	1964.11	남	영상디스플레이 Global운영팀장	영상디스플레이 지원팀 담당부장	부산대
정훈	상무	1969.01	남	영상전략마케팅팀 담당임원	영상전략마케팅팀 담당부장	홍익대
조기재	상무	1964.05	남	DS부문 지원팀 담당임원	미래전략실 전략1팀 담당부장	Babson Coll.(碩士)
조성혁	상무	1970.05	남	SEAG법인장	SEG 담당부장	Univ. of California, Berkeley(碩士)
조시정	상무	1969.11	남	인사팀 담당임원	SEJ 담당부장	경희대

조연호	상무	1965.12	남	Test&Package센터 TEST기술팀장	Test&Package센터 TEST기술팀장	경북대
조종욱	상무	1969.08	남	종합기술원 기획지원실 인사팀장	DS부문 인사팀 담당부장	성균관대
조홍상	상무	1966.06	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	연세대
쥬이시양	상무	1972.12	남	SAVINA-S 담당임원	동남아총괄 마케팅팀 VP	Naional Univ. of Singapore(碩士)
진문구	상무	1965.10	남	SEASA법인장	Bolivia분소장	한국과학기술원(碩士)
짐엘리엇	상무	1970.11	남	DS부문 미주총괄 담당임원	미주총괄 VP	California Polytechnic State Univ.
채민영	상무	1966.04	남	한국총괄 마케팅팀 담당임원	한국총괄 마케팅팀 담당부장	중앙대
천경을	상무	1965.02	남	한국총괄 마케팅팀 담당임원	한국총괄 마케팅팀 담당부장	서강대
천문식	상무대우	1963.10	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	경북대
최돈일	상무	1962.01	남	중남미총괄 물류혁신팀장	중남미총괄 경영혁신팀 담당부장	경북대
최승걸	상무대우	1968.12	남	SCS법인 담당임원	기흥/화성단지총괄 Infra기술센터 담당부장	서울시립대
최익수	상무	1967.05	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEA 담당부장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(碩士)
피재걸	상무	1964.04	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	서울대(碩士)
필립뉴튼	상무	1965.01	남	SEAU 담당임원	SEAU VP	SYDNEY TECHNICAL COLLEGE
하영욱	상무	1964.01	남	SSIC 기술전략팀 담당임원	SSIC 기술전략팀 담당부장	HELSINKI SCH OF ECNOMICS(碩士)
하헌환	상무	1964.12	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 담당수석	송실대
한성우	상무	1964.09	남	SSA법인장	영상디스플레이 Global운영센터 담당부장	인하대
함정수	상무	1965.12	남	SIEL-S 담당임원	SIEL-S 담당부장	한양대
홍범석	상무	1968.06	남	SELV법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	중앙대
홍성희	상무	1966.02	남	Test&Package센터 구매팀장	Test&Package센터 구매팀장	서강대
황하섭	상무	1964.03	남	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 담당수석	인하대
이철환	연구위원	1954.11	남	무선 개발실장	무선 개발팀장	경북대
정철희	연구위원	1957.01	남	종합기술원 부원장	반도체연구소장	Michigan State Univ.(博士)
강인엽	연구위원	1963.07	남	System LSI Modem개발실장	DMC연구소 담당임원	Univ. of California, LA(博士)
김창용	연구위원	1959.12	남	DMC연구소장	종합기술원 Future IT연구소장	한국과학기술원(博士)
김현배	연구위원	1960.12	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀장	송실대
정태성	연구위원	1960.11	남	종합기술원 Device & System연구센터장	DS부문 기술전략팀장	Univ. of Wisconsin, Madison(博士)
조승환	연구위원	1962.10	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 담당임원	한양대(碩士)
김병환	연구위원	1958.12	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 담당임원	고려대
김희덕	연구위원	1963.01	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	광운대(碩士)
노태문	연구위원	1968.09	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	포항공대(博士)
송현영	연구위원	1960.10	남	무선 개발실 담당임원	무선 기구개발팀 담당임원	서울대(碩士)
어길수	연구위원	1959.02	남	소프트웨어센터 Intelligence Solution팀장	소프트웨어센터 부센터장	한국과학기술원(博士)
정은승	연구위원	1960.08	남	반도체연구소장	System LSI TD팀 담당임원	Univ. of Texas, Arlington(博士)
김상학	연구위원	1963.01	남	생활가전 선행개발팀장	영상디스플레이 개발팀 수석	아주대
김용식	연구위원	1957.01	남	생산기술연구소장	생산기술연구소 장비기술연구팀장	Purdue Univ.(博士)
박길재	연구위원	1966.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	연세대(碩士)
박동수	연구위원	1962.06	남	네트워크 개발팀장	네트워크 WiMAX개발팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
박성호	연구위원	1958.08	남	System LSI SOC개발실장	System LSI ASIC/Foundry사업팀 담당임원	Univ. of Illinois, Chicago(碩士)
이효건	연구위원	1962.01	남	소프트웨어센터 S/W Platform팀장	영상디스플레이 개발실장	한국과학기술원(博士)
정민형	연구위원	1961.01	남	의료기기 개발1팀장	IP센터 기술분석팀장	서울대

진교영	연구위원	1962.08	남	반도체연구소 담당임원	메모리 연구팀 담당임원	서울대(博士)
최정혁	연구위원	1962.03	남	메모리 Flash개발실장	메모리 Flash PA팀장	인하대
한중희	연구위원	1962.03	남	영상디스플레이 개발실장	영상디스플레이 개발실 담당임원	인하대
김봉균	연구위원	1959.06	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀장	성균관대(碩士)
권도천	연구위원	1962.11	남	무선 개발실 담당임원	유럽연구소장	호주 아틀레이드대(博士)
김옥현	연구위원	1960.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 수석	Univ. of Alabama, Huntsville(博士)
김용제	연구위원	1962.04	남	DMC연구소 선행Device팀장	DMC연구소 M/M연구팀장	아주대(碩士)
남병덕	연구위원	1959.10	남	무선 이미징사업팀 이미징개발팀장	디지털이미징 개발팀장	경북대(碩士)
성학경	연구위원	1960.11	남	글로벌기술센터 요소기술팀장	생산기술연구소 금형기술센터장	Tokyo Institute of Tech(博士)
소병세	연구위원	1962.09	남	SSIC 기술전략팀장	메모리 품질보증실장	Univ. of Wisconsin, Madison(博士)
윤원주	연구위원	1962.02	남	네트워크 Business Solution팀장	네트워크 시스템개발팀 담당임원	경북대
윤종식	연구위원	1961.09	남	반도체연구소 담당임원	System LSI TD팀 담당임원	Univ. of California, LA(博士)
조재문	연구위원	1961.08	남	의료기기 개발2팀장	DMC연구소 Media SoC팀장	한국과학기술원(博士)
강도영	연구위원	1960.05	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당임원	경북대(碩士)
강호규	연구위원	1961.09	남	반도체연구소 공정개발팀장	System LSI LSI PA팀장	Stanford Univ.(博士)
김태식	연구위원	1958.10	남	무선 개발실 담당임원	소프트웨어센터 SE팀장	한국과학기술원(碩士)
박병하	연구위원	1960.04	남	System LSI 개발실 담당임원	System LSI MSC설계팀장	Georgia Inst. of Tech.(博士)
이석근	연구위원	1963.01	남	무선 개발실 담당임원	디지털이미징 개발팀 담당임원	경북대
장영철	연구위원	1958.08	남	기흥/화성단지총괄 시스템기술팀장	메모리 시스템기술팀장	한양대
장용성	연구위원	1963.09	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 수석	연세대(博士)
장혁	연구위원	1962.12	남	종합기술원 Material연구센터장	종합기술원 Emerging센터 담당임원	Univ. of Utah(博士)
정우인	연구위원	1961.03	남	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	메모리 공정개발팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
최규명	연구위원	1959.09	남	System LSI 개발실장	System LSI Design Technology팀장	Univ. of Pittsburgh(博士)
최영규	연구위원	1961.03	남	무선 개발실 담당임원	IT솔루션 PC개발팀장	서울대(碩士)
최주선	연구위원	1963.05	남	메모리 DRAM개발실장	메모리 DRAM설계팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
한백희	연구위원	1958.11	남	생활가전 개발팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	경희대
강사운	연구위원	1961.01	남	반도체연구소 담당임원	System LSI IPT팀장	Univ. of Colorado, Boulder(博士)
김정환	연구위원	1962.09	남	DS부문 소프트웨어연구소장	메모리 Flash Solution개발팀 담당임원	한양대
박영수	연구위원	1964.12	남	LED 선행개발팀장	종합기술원 수석	한국과학기술원(博士)
박재홍	연구위원	1965.01	남	System LSI 기반설계센터장	System LSI Media개발팀 담당임원	Univ. of Texas, Austin(博士)
이상운	연구위원	1966.10	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 수석	Stanford Univ.(博士)
장덕현	연구위원	1964.02	남	메모리 Solution개발실장	System LSI C&M개발팀 담당임원	Univ. of Florida(博士)
장동훈	연구위원	1960.09	남	무선 개발실 담당임원	통신연구소 차세대기술팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
전재호	연구위원	1963.04	남	네트워크 개발팀 담당임원	통신연구소 차세대시스템연구팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
최승철	연구위원	1963.12	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 수석	경희대
황정욱	연구위원	1965.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 수석	인하대
경계현	연구위원	1963.03	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 DRAM설계팀 담당임원	서울대(博士)
김학상	연구위원	1966.09	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 수석	Univ. of Massachusetts, Lowell(博士)
문제영	연구위원	1960.02	남	생활가전 개발팀 담당임원	공조솔루션사업팀 담당임원	홍익대
박윤상	연구위원	1963.06	남	무선 개발실 담당임원	DMC연구소 SoC Platform팀 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(博士)
박재선	연구위원	1960.07	남	SRC-Guangzhou연구소장	무선 개발실 담당임원	단국대(碩士)
박현호	연구위원	1962.05	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	계명대

손재철	연구위원	1965.11	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)
신민철	연구위원	1966.02	남	무선 개발실 담당임원		서울대(碩士)
이덕형	연구위원	1961.12	남	System LSI 개발실 담당임원	반도체연구소 담당임원	서울대(博士)
이병준	연구위원	1963.06	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	System LSI AP개발팀 담당임원	서강대
이상훈	연구위원	1959.07	남	생활가전 메카솔루션팀장	생활가전 금형팀장	동아대
정재현	연구위원	1962.09	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 개발실 담당임원	Univ. of Southern Carolina(博士)
천강욱	연구위원	1966.01	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 DTV선행개발T/F 담당임원	한국과학기술원(博士)
최시영	연구위원	1964.01	남	System LSI Foundry사업팀 담당임원	메모리 공정개발팀 담당임원	The Ohio State Univ.(博士)
박인식	연구위원	1957.09	남	DMC연구소 ECO Solution팀장	DMC연구소 S&P Solution팀장	서울대(碩士)
최정달	연구위원	1964.07	남	반도체연구소 담당임원	메모리연구소 연구팀 담당임원	경북대
구영철	연구위원	1959.01	남	의료기기 개발2팀 담당임원	무선 개발실 담당임원	Univ. of Detroit Mercy(碩士)
장의영	연구위원	1962.08	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 냉기개발팀 담당임원	경희대
강승구	연구위원	1963.08	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 WIMAX개발팀 담당임원	한양대
김지연	연구위원	1961.12	남	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	SAIT-China Lab장	한국과학기술원(博士)
양원석	연구위원	1963.06	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 담당임원	Duke Univ.(博士)
용석균	연구위원	1962.10	남	DMC연구소 개발혁신팀장	종합기술원 개발혁신팀 담당임원	한양대
이재승	연구위원	1960.07	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	고려대(碩士)
정진수	연구위원	1959.05	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 시스템개발팀 수석	경북대
채주락	연구위원	1964.08	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	경북대
김경준	연구위원	1965.02	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 수석	한양대
김준태	연구위원	1963.01	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
도영수	연구위원	1965.09	남	생활가전 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	연세대
박원주	연구위원	1962.09	남	프린팅솔루션 개발팀 담당임원	소프트웨어센터 Service Platform팀장	인하대
송두현	연구위원	1964.01	남	메모리 Flash개발실 담당임원	반도체연구소 담당임원	서울대(博士)
오윤제	연구위원	1962.08	남	DMC연구소 선행Device팀 담당임원	DMC연구소 단말연구팀 담당임원	Rensselaer Polytechnic Inst.(博士)
이성덕	연구위원	1965.08	남	의료기기 개발1팀 담당임원	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	광운대(碩士)
최명수	연구위원	1961.01	남	LED 개발팀장	전기 개발그룹장	한양대
최형식	연구위원	1958.06	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	인하대
홍준일	연구위원	1963.09	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 수석	서강대
황규철	연구위원	1964.09	남	System LSI 개발실 담당임원	System LSI 상품기획팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
강원석	연구위원	1964.11	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 제품기술팀 담당부장	한양대
곽동원	연구위원	1961.07	남	SRI-Bangalore연구소장	무선 개발실 담당임원	Univ. of Texas, Arlington(博士)
김민구	연구위원	1964.08	남	System LSI Modem개발실 담당임원	통신연구소 모뎀연구팀 수석	서울대(博士)
김성훈	연구위원	1964.01	남	무선 이미징사업팀 이미징개발팀 담당임원	디지털이미징 개발팀 담당임원	한양대
김종일	연구위원	1963.03	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 수석	한양대
김진기	연구위원	1961.05	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당임원	New Jersey Inst. of Technologies(碩士)
남석우	연구위원	1966.03	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 공정개발팀 담당임원	연세대(博士)
두석광	연구위원	1963.08	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 Emerging센터 수석	서울대(博士)
변영기	연구위원	1961.08	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	AV 개발팀 수석	항공대

서상범	연구위원	1964.02	남	소프트웨어센터 S/W Platform팀 담당임원	종합기술원 Future IT연구소 담당임원	Cambridge Univ.(博士)
이남노	연구위원	1963.02	남	서남아총괄 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	중앙대
이병국	연구위원	1965.11	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 수석	부산대
이성수	연구위원	1964.11	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash설계팀 담당임원	경희대
이승준	연구위원	1963.07	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	인하대
이재형	연구위원	1965.09	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	서강대
이정배	연구위원	1967.02	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 개발실 담당임원	서울대(博士)
장성진	연구위원	1965.07	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 개발실 담당임원	한국과학기술원(碩士)
전병환	연구위원	1965.05	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	서강대
정기태	연구위원	1965.09	남	반도체연구소 담당임원	메모리 개발실 담당임원	서울대(博士)
최승범	연구위원	1964.12	남	기술·혁신T/F장	컴퓨터 개발팀 수석	한국과학기술원(碩士)
추신호	연구위원	1964.12	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 수석	경북대
한석주	연구위원	1965.09	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	한국과학기술원(碩士)
허문기	연구위원	1965.10	남	SEV 담당임원	무선 개발실 담당임원	한양대(碩士)
홍준성	연구위원	1969.03	남	무선 개발실 담당임원	MSC 솔루션개발팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
김정욱	연구위원	1966.07	남	종합기술원 Device & System연구 센터 담당임원	종합기술원 Future IT연구소 수석	GEORGIA INST. OF TECH.(博士)
김종명	연구위원	1964.09	남	SRC-Tianjin연구소장	무선 개발실 미주GSM개발팀 수석	경북대
김종우	연구위원	1964.01	남	무선 개발실 담당임원	무선 기구개발팀 담당부장	한양대
김형섭	연구위원	1966.01	남	반도체연구소 담당임원	메모리 개발실 담당임원	Texas, Austin(博士)
김환	연구위원	1967.02	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	부산대
디페쉬	연구위원	1969.06	남	SRI-Bangalore 副연구소장	인도연구소 VP	Bangalore University
박영관	연구위원	1965.11	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 CAE팀장	삼성전자기술대학(碩士)
박영우	연구위원	1962.11	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 개발실 담당임원	인천대
박재현	연구위원	1968.06	남	Media Solution센터 플랫폼개발팀 장	Media Solution센터 솔루션개발2팀장	포항공대(碩士)
박희선	연구위원	1969.10	여	Media Solution센터 Big Data센터 담당임원	소프트웨어센터 Cloud Solution팀 담당 임원	충북대(博士)
손철수	연구위원	1969.01	남	LED 선행개발팀 담당임원	LED 선행개발그룹장	서울대(博士)
송영란	연구위원	1965.06	여	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	인하대(博士)
송재혁	연구위원	1967.08	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 개발실 담당임원	서울대(博士)
신유근	연구위원	1965.02	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 공정개발팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
안은철	연구위원	1966.08	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)
영동철	연구위원	1963.04	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	연세대
오강환	연구위원	1961.12	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	경북대(碩士)
오수열	연구위원	1967.02	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 시스템개발팀 수석	한국과학기술원(碩士)
윤병취	연구위원	1961.08	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 개발실 담당임원	경북대
윤종운	연구위원	1965.07	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 개발실 담당임원	경북대
이관호	연구위원	1962.02	남	무선 개발실 담당임원	IT솔루션 PC개발팀 담당임원	고려대(碩士)
이동양	연구위원	1966.07	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)
이운경	연구위원	1965.01	남	SCS법인 담당임원	반도체연구소 담당임원	한국과학기술원(碩士)
이윤태	연구위원	1962.09	남	프린팅솔루션 요소기술팀 담당임 원	IT솔루션 Copier개발팀 담당임원	연세대(碩士)
이준서	연구위원	1961.11	남	무선 개발실 담당임원	디지털이미징 개발팀 담당임원	전북대(碩士)
이준현	연구위원	1965.05	남	DMC연구소 M/M연구팀장	DMC연구소 M/M연구팀 담당임원	Cincinnati(博士)
이창선	연구위원	1968.10	남	생활가전 선행개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	고려대(碩士)
임경욱	연구위원	1966.05	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임 원	S.LSI담당 SOC개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)

전영식	연구위원	1967.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 한국개발팀 수석	한양대(碩士)
정도형	연구위원	1967.03	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	서울대(博士)
정현준	연구위원	1964.06	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	한양대
주창남	연구위원	1965.04	남	Media Solution센터 서비스개발팀 장	Media Solution센터 솔루션개발 담당 임원	성균관대
최재영	연구위원	1970.10	남	종합기술원 Material연구센터 담당 임원	종합기술원 Device연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)
최진혁	연구위원	1967.02	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 개발실 담당임원	서울대(博士)
한진만	연구위원	1966.10	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 개발실 담당임원	서울대
허해진	연구위원	1967.01	남	무선 Global제조센터 담당임원	무선 개발실 담당임원	경북대(碩士)
홍형선	연구위원	1963.08	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	반도체연구소 담당임원	인하대(碩士)
강동석	연구위원	1968.11	남	디자인경영센터 UX센터장	DMC연구소 UX센터장	포항공대(博士)
구자홍	연구위원	1968.01	남	반도체연구소 담당임원	System LSI 공정개발 담당임원	North Carolina State Univ.(博士)
권영준	연구위원	1965.06	남	System LSI Foundry사업팀 담당 임원	System LSI 개발실 담당임원	Texas A&M Univ.(博士)
김봉석	연구위원	1963.10	남	System LSI Foundry사업팀 담당 임원	System LSI TD팀 담당임원	한양대(碩士)
김성운	연구위원	1965.09	남	무선 이미징사업팀 이미징개발팀 담당임원	디지털이미징 개발팀 담당임원	Illinois, Chicago(博士)
김영선	연구위원	1964.07	남	LED 개발팀 담당임원	LED 개발실 Chip개발팀 담당임원	고려대(碩士)
김우석	연구위원	1964.07	남	프린팅솔루션 개발팀 담당임원	IT솔루션 프린터개발팀 담당임원	연세대
김인수	연구위원	1963.06	남	무선 개발실 담당임원	무선 S/W개발팀 수석	부산대
김종수	연구위원	1962.08	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 담당임원	東北大學(동북대-Tohoku Univ.)(博 士)
김주년	연구위원	1969.12	남	무선 개발실 담당임원	무선 선행제품개발 수석	한양사이버대
김치욱	연구위원	1967.08	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 개발실 담당임원	고려대(碩士)
김태연	연구위원	1965.04	남	네트워크 Business Solution팀 담 당임원	네트워크 개발팀 담당임원	서강대(碩士)
박광일	연구위원	1971.02	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)
박두식	연구위원	1965.08	남	종합기술원 Device & System연구 센터 담당임원	종합기술원 Future IT연구소 담당임원	포항공대(碩士)
박성선	연구위원	1965.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 기구개발 수석	충남대
박호진	연구위원	1962.09	남	System LSI 기반설계센터 담당임 원	System LSI 개발실 담당임원	한양대
서장석	연구위원	1967.08	남	무선 개발실 담당임원	DMC연구소 SE개발 수석	연세대(碩士)
서호수	연구위원	1966.07	남	무선 개발실 담당임원	무선 H/W개발 수석	경북대(碩士)
송효정	연구위원	1969.10	여	무선 개발실 담당임원	종합기술원 전문연구원	한국과학기술원(博士)
신재광	연구위원	1964.09	남	종합기술원 담당임원	종합기술원 Device연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)
심대현	연구위원	1966.09	남	SRPOL연구소장	DMC연구소 Convergence분야 수석	Texas A&M Univ.(博士)
심상필	연구위원	1965.05	남	System LSI Foundry사업팀 담당 임원	반도체연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)
안해준	연구위원	1964.05	남	무선 개발실 담당임원	무선 H/W개발 수석	동아대
위평환	연구위원	1964.10	남	네트워크 Business Solution팀 담 당임원	네트워크 개발팀 담당임원	부산대
윤상현	연구위원	1966.03	남	무선 개발실 담당임원	무선 S/W개발 수석	삼성전자기술대학(碩士)
윤장현	연구위원	1968.12	남	무선 개발실 담당임원	무선 S/W개발 수석	Georgia Inst. of Tech.(博士)
이광기	연구위원	1963.07	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	DM연구소 Platform개발 수석	연세대(博士)
이병창	연구위원	1965.05	남	SESC 담당임원	IT솔루션 PC개발팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)
이상배	연구위원	1963.03	남	S.LSI제조센터 담당임원	System LSI TD팀 담당임원	광운대(博士)

이석준	연구위원	1965.07	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)
이준희	연구위원	1969.03	남	DMC연구소 Imaging System 팀장	DMC연구소 Media Processing Lab장	Massachusetts Inst. of Tech.(MIT)(博士)
이지원	연구위원	1965.10	남	네트워크 개발팀 담당임원	DMC연구소 Media Lab장	연세대(碩士)
이해진	연구위원	1965.01	남	무선 이미징사업팀 이미징개발팀 담당임원	디지털이미징 개발팀 담당임원	연세대
전성준	연구위원	1963.11	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 수석	경북대(碩士)
정상섭	연구위원	1966.11	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)
정정주	연구위원	1964.09	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	한양대
조성순	연구위원	1967.11	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)
조성희	연구위원	1964.09	남	System LSI 개발실 담당임원	System LSI 개발실 담당임원	연세대
최길현	연구위원	1966.10	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 담당임원	한양대(碩士)
최명수	연구위원	1966.06	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당임원	한양대(碩士)
최윤준	연구위원	1967.09	남	LED제조센터 담당임원	LED 제조센터 담당임원	MIT(博士)
최희주	연구위원	1964.11	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	광운대
파륙	연구위원	1965.08	남	SRA-Dallas연구소장		VERSAILLE(博士)
한인택	연구위원	1966.10	남	종합기술원 Material연구소센터 담당임원	종합기술원 Material연구소 담당임원	서울대(博士)
홍승호	연구위원	1968.02	남	SRI-Noida연구소장	무선 개발실 담당임원	연세대
간우영	연구위원	1965.08	남	영상디스플레이 개발실 담당임원		한양대
강석희	연구위원	1963.07	남	기흥/화성단지총괄 시스템기술팀 담당임원	기흥/화성단지총괄 시스템기술팀 담당수석	중앙대
강정석	연구위원	1966.02	남	영상디스플레이 개발실 담당임원		서강대(碩士)
곽지영	연구위원	1970.08	여	디자인경영센터 UX센터 담당임원	DMC연구소 UX센터 담당임원	포항공대(博士)
권상덕	연구위원	1967.03	남	System LSI Foundry사업팀 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당수석	서울대(博士)
권재욱	연구위원	1966.07	남	LED 개발팀 담당임원	LED 개발실 담당수석	서울대(博士)
권창기	연구위원	1965.08	남	Media Solution센터 플랫폼개발팀 담당임원	Media Solution센터 솔루션개발 수석	Columbia Univ.(碩士)
김경아	연구위원	1968.09	여	종합기술원 담당임원	종합기술원 Bio연구소 담당임원	The Johns Hopkins Univ.(博士)
김동섭	연구위원	1968.03	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	한양대
김석원	연구위원	1964.05	남	System LSI Modem개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Virginia Tech(博士)
김요정	연구위원	1965.04	남	System LSI 제품기술팀장	System LSI 제품기술팀 담당수석	포항공대(碩士)
김용구	연구위원	1963.02	남	SRI-Delhi연구소장	영상디스플레이 개발팀 수석	서울대
김정기	연구위원	1965.08	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	서울대
김정식	연구위원	1970.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	한양대(碩士)
김종선	연구위원	1964.08	남	System LSI 개발실 담당임원	System LSI 개발실 담당수석	고려대(碩士)
김지화	연구위원	1967.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	경북대(碩士)
김태진	연구위원	1964.09	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 개발실 담당수석	연세대
김한수	연구위원	1964.07	남	메모리 Flash개발실 담당임원	반도체연구소 담당수석	한양대(碩士)
류제형	연구위원	1974.02	남	글로벌기술센터 요소기술팀 담당임원	생산기술연구소 금형기술센터 수석	한국과학기술원(博士)
문승도	연구위원	1968.10	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	Univ. of Southern California(博士)
박성용	연구위원	1969.02	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	서울대(博士)
박종애	연구위원	1965.08	여	종합기술원 Device & System연구소센터 담당임원	종합기술원 Future IT연구소 담당임원	이화여대(博士)
박태성	연구위원	1964.06	남	DMC연구소 B2B Solution팀장	DMC연구소 B2B Solution팀 수석	광운대(博士)
백일섭	연구위원	1968.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	광운대

서해규	연구위원	1963.07	남	TSEC 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	경북대
선경일	연구위원	1968.01	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 개발실 담당수석	한국과학기술원(碩士)
신상엽	연구위원	1963.06	남	프린팅솔루션 개발팀 담당임원	IT솔루션 프린터개발팀 수석	한양대(碩士)
신왕철	연구위원	1965.05	남	메모리제조센터 담당임원	메모리 개발실 담당수석	서강대
신현석	연구위원	1969.05	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	서강대(碩士)
안병진	연구위원	1966.02	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 개발실 담당수석	포항공대(碩士)
유미영	연구위원	1968.07	여	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	포항공대(碩士)
유준영	연구위원	1967.09	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	성균관대
유현상	연구위원	1964.02	남	생활가전 개발팀 담당임원	TSE-P 수석	인하대
유호선	연구위원	1967.08	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당수석	서울대(博士)
이기형	연구위원	1962.07	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	영남대
이남규	연구위원	1964.08	남	SRBD연구소장	인도연구소 수석	연세대(博士)
이동기	연구위원	1969.05	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 개발실 담당수석	California, San Diego(博士)
이문희	연구위원	1965.11	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	경북대(碩士)
이시화	연구위원	1965.12	남	DMC연구소 M/M연구팀 담당임원	종합기술원 Future IT연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)
이준화	연구위원	1972.03	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	한국과학기술원(碩士)
이진언	연구위원	1967.07	남	System LSI 기반설계센터 담당임원	System LSI 기반설계센터 담당수석	한국과학기술원(博士)
임정규	연구위원	1963.01	남	무선 개발실 담당임원	IT솔루션 PC개발팀 수석	항공대
임준서	연구위원	1968.08	남	System LSI 개발실 담당임원	System LSI 개발실 담당수석	한국과학기술원(博士)
장동섭	연구위원	1962.11	남	글로벌기술센터 요소기술팀 담당임원	생산기술연구소 금형기술센터 수석	The Ohio State Univ.(博士)
정규환	연구위원	1961.03	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 개발실 담당수석	서강대
정선태	연구위원	1965.07	남	DMC연구소 선행Device팀 담당임원	DMC연구소 선행Device팀 수석	서울대(博士)
정해주	연구위원	1965.08	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	연세대
조수진	연구위원	1969.05	여	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당수석	서울대(博士)
조용덕	연구위원	1966.01	남	System LSI Modem개발실 담당임원	DMC연구소 Modem팀 수석	Univ. of Surrey(博士)
조창현	연구위원	1965.12	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 담당수석	한국과학기술원(博士)
주재훈	연구위원	1964.11	남	메모리제조센터 담당임원	메모리 개발실 담당수석	한양대
최경록	연구위원	1971.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	경북대(碩士)
최성호	연구위원	1970.04	남	DMC연구소 글로벌표준팀장	DMC연구소 STE팀장	한국과학기술원(博士)
허창완	연구위원	1968.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	광운대
홍유진	연구위원	1972.05	여	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	California, LA(碩士)
홍종서	연구위원	1966.11	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 담당수석	고려대
강대철	연구위원	1965.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	인하대
강상기	연구위원	1968.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	서울대(博士)
강상범	연구위원	1969.02	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 담당수석	Stevens Inst. of Tech.(博士)
고홍석	연구위원	1968.11	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	한국과학기술원(博士)
그렉듀디	연구위원	1971.03	남	SRA-SV 담당임원		Univ. of Pennsylvania(碩士)
김성훈	연구위원	1963.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	광운대
김용성	연구위원	1964.11	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	경북대
김우섭	연구위원	1964.10	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당수석	고려대(博士)
김한규	연구위원	1965.09	남	프린팅솔루션 개발팀 담당임원	프린팅솔루션 개발팀 수석	Univ. of Michigan, Ann Arbor(博士)
노원일	연구위원	1967.08	남	DMC연구소 차세대통신연구팀 담당임원	DMC연구소 차세대통신연구팀 수석	Stanford Univ.(博士)
문창록	연구위원	1971.01	남	System LSI 개발실 담당임원	System LSI 개발실 담당수석	서울대(博士)

박기철	연구위원	1971.05	남	System LSI Foundry사업팀 담당 임원	System LSI Foundry사업팀 담당수석	서울대(博士)
박기태	연구위원	1971.01	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	Tohoku Univ.(博士)
박성준	연구위원	1971.01	남	종합기술원 Device & System연구 센터 담당임원	종합기술원 Device연구소 전문연구원	Stanford Univ.(博士)
박정훈	연구위원	1969.10	남	DMC연구소 M/M연구팀 담당임원	DMC연구소 M/M연구팀 수석	한양대(碩士)
박효순	연구위원	1965.03	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	연세대(博士)
서영주	연구위원	1964.08	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	성균관대
선호경	연구위원	1964.02	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	아주대
성정식	연구위원	1965.11	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	연세대
안수진	연구위원	1969.12	여	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 담당수석	포항공대(博士)
안원익	연구위원	1970.07	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	한국과학기술원(碩士)
안정착	연구위원	1970.12	남	System LSI 개발실 담당임원	System LSI 개발실 담당수석	포항공대(博士)
안해원	연구위원	1963.05	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 제품기술팀 수석	부산대(碩士)
양향자	연구위원	1967.04	여	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	성균관대(碩士)
오현석	연구위원	1967.09	남	System LSI Modem개발실 담당임 원	DMC연구소 Modem개발팀 담당수석	Polytechnic Univ. of NY(博士)
유용환	연구위원	1971.05	남	System LSI 기반설계센터 담당임 원	System LSI 기반설계센터 담당수석	한국과학기술원(博士)
이상봉	연구위원	1965.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	한양대
이시영	연구위원	1972.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	경북대(碩士)
이영민	연구위원	1964.03	남	SRR연구소장	DMC연구소 수석	한국과학기술원(博士)
이은철	연구위원	1965.07	남	System LSI 제품기술팀 담당임원	System LSI 제품기술팀 담당수석	광운대
이종열	연구위원	1970.02	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 개발실 담당임원	서울대(博士)
이주영	연구위원	1966.07	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당수석	UCLA(博士)
이진욱	연구위원	1970.02	남	소프트웨어센터 Web&Cenvergence팀 담당임원	소프트웨어센터 Service Platform팀 담 당임원	Arizona State Univ.(博士)
임채환	연구위원	1971.01	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	경북대(博士)
장경훈	연구위원	1970.02	남	SRK연구소장	DMC연구소 차세대통신연구팀 수석	고려대(博士)
장세영	연구위원	1974.09	여	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	한국과학기술원(博士)
전찬욱	연구위원	1966.05	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 담당수석	연세대
정성욱	연구위원	1965.10	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	성균관대
조강용	연구위원	1964.02	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당수석	삼성전자기술대학(碩士)
조규일	연구위원	1968.09	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	포항공대(碩士)
조상연	연구위원	1971.12	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	Univ. of Minnesota, Twin Cities(博 士)
조장호	연구위원	1969.04	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 담당수석	한국과학기술원(碩士)
지영배	연구위원	1962.10	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	경기공전
최경세	연구위원	1969.04	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 담당수석	서울대(博士)
최기환	연구위원	1970.01	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당수석	Univ. of Southern California(博士)
최병기	연구위원	1966.02	남	종합기술원 Material연구센터 담당 임원	종합기술원 Emerging소재센터 전문연 구원	Tokyo Institute of Tech(博士)
최상진	연구위원	1967.03	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당수석	포항공대(碩士)
최승현	연구위원	1967.10	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	중앙대(碩士)
최용원	연구위원	1968.05	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당수석	고려대(碩士)
최용훈	연구위원	1969.07	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	고려대
최윤희	연구위원	1968.07	여	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	포항공대(碩士)
키스호킨스	연구위원	1958.05	남	SAS법인 담당임원	SAS법인 SVP	Univ. of Texas, Dallas(碩士)
허성희	연구위원	1969.01	남	메모리 Flash개발실 담당임원	반도체연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)

허운행	연구위원	1969.08	남	System LSI Modem개발실 담당임원	DMC연구소 Modem개발팀 담당수석	Georgia Inst. of Tech.(博士)
홍경현	연구위원	1963.01	남	글로벌기술센터 자동화기술팀 담당임원	제조기술센터 자동화기술팀 담당부장	영남대
홍기돈	연구위원	1965.01	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	영상디스플레이 개발실 수석	경북대
황기현	연구위원	1967.06	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 담당수석	서울대(博士)
강건모	연구위원	1956.10	남	무선 이미징사업팀 이미징개발팀 담당임원	디지털이미징 개발팀 담당임원	연세대
강병창	연구위원	1956.03	남	인재개발원 담당임원	종합기술원 Future IT연구소 담당임원	Univ. of Minnesota, Twin Cities(博士)
강정엽	연구위원	1968.12	남	무선 개발실 담당임원		Univ. of Southern California(博士)
김건수	연구위원	1963.01	남	반도체연구소 담당임원	메모리 제조센터 담당임원	부산대
김경태	연구위원	1966.04	남	무선 개발실 담당임원		State Univ. of New York, Stony Brook(博士)
김석호	연구위원	1958.04	남	무선 개발실 담당임원	DMC연구소 SoC Platform팀 담당임원	Illinois Inst. of Tech.(博士)
김성진	연구위원	1960.10	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 세탁기개발팀장	Purdue Univ.(博士)
김성한	연구위원	1967.08	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 Material연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)
김세진	연구위원	1963.08	남	무선 개발실 담당임원	메모리 상품기획팀 수석	성균관대
김연배	연구위원	1958.06	남	SRBR연구소장	영상디스플레이 개발실 담당임원	Tokyo Univ.(博士)
김영해	연구위원	1965.02	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발팀 수석	삼성전자기술대학(碩士)
김용인	연구위원	1962.10	남	종합기술원 Well-Aging연구센터 담당임원	종합기술원 Bio연구소 담당임원	Texas A&M Univ.(博士)
김중호	연구위원	1969.02	남	무선 개발실 담당임원		Georgia Inst. of Tech.(博士)
김진현	연구위원	1957.01	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC Platform개발팀 담당임원	Univ. of Southern California(博士)
김창홍	연구위원	1960.08	남	네트워크 개발팀 담당임원		Univ. of Rhode Island(博士)
김태수	연구위원	1959.05	남	네트워크 개발팀 담당임원	DMC연구소 S-Project팀장	한국과학기술원(碩士)
김현문	연구위원	1961.11	남	무선 개발실 담당임원	DMC연구소 M/M연구팀 담당임원	Univ. of Southern California(博士)
김형석	연구위원	1968.08	남	무선 개발실 담당임원		연세대(碩士)
김호기	연구위원	1965.04	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	Texas A&M Univ.(博士)
리후	연구위원	1954.06	남	의료기기 개발1팀 담당임원	의료기기 개발팀 담당임원	Hokkaido Univ.(碩士)
문용석	연구위원	1963.08	남	소프트웨어센터 SE팀장	SRUK연구소장	Univ. of Minnesota, Twin Cities(博士)
박상철	연구위원	1949.03	남	종합기술원 Well-Aging연구센터 장		서울대(博士)
박선홍	연구위원	1961.08	남	반도체연구소 담당임원	System LSI 개발실 담당임원	Purdue Univ.(博士)
박용중	연구위원	1958.09	남	생활가전 선행개발팀 담당임원	생활가전 냉기개발팀장	Universitat Karlsruhe(博士)
박은성	연구위원	1960.07	남	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	종합기술원 Bio연구소 담당임원	Alfred Univ.(博士)
박진환	연구위원	1963.08	남	무선 개발실 담당임원		Stanford Univ.(碩士)
배상민	연구위원	1964.06	남	무선 개발실 담당임원	DMC연구소 Modem팀 담당임원	Iowa State Univ.(博士)
백순철	연구위원	1963.02	남	무선 개발실 담당임원		Texas A&M Univ.(博士)
사카이	연구위원	1948.04	남	의료기기 개발1팀 담당임원	의료기기 개발팀 담당임원	Waseda Univ.(碩士)
서동욱	연구위원	1966.03	남	무선 개발실 담당임원		Univ. of Florida(博士)
손동균	연구위원	1963.12	남	System LSI Foundry사업팀 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
손석민	연구위원	1971.10	남	영상디스플레이 개발실 담당임원		Northern Valley Regional High School

송호영	연구위원	1963.07	남	종합기술원 담당임원	종합기술원 Bio연구소 담당임원	Purdue University, West Lafayette(博士)
시라미즈요시미	연구위원	1959.01	여	메모리제조센터 담당임원	메모리제조센터 담당임원	이바라기대
신승혁	연구위원	1968.01	남	무선 개발실 담당임원		Polytechnic Univ. of NY(博士)
심은수	연구위원	1966.10	남	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	종합기술원 Future IT연구소 담당임원	Columbia Univ.(博士)
심재성	연구위원	1964.12	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	AV 개발팀 수석	연세대(碩士)
아오야마시게루	연구위원	1960.07	남	LED 선행개발팀 담당임원	LED 선행개발팀 담당임원	Osaka Univ.(博士)
양용송	연구위원	1952.07	남	System LSI Foundry사업팀 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	Univ. of California, Berkeley(博士)
양장규	연구위원	1963.09	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)
오오츠카	연구위원	1959.02	남	프린팅솔루션 요소기술팀장	프린팅솔루션 개발팀장	Kyoto Univ.
오카다히사시	연구위원	1960.01	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 Material연구소 담당임원	Nagoya Univ.(碩士)
우문균	연구위원	1959.02	남	무선 개발실 담당임원	MSC 담당임원	성균관대
윤대균	연구위원	1961.03	남	Media Solution센터 담당임원		Univ. of South Carolina(博士)
윤정남	연구위원	1965.07	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 개발실 담당임원	Univ. of Washington, Seattle(博士)
윤진수	연구위원	1964.02	남	Media Solution센터 Big Data센터장	Media Solution센터 서비스개발팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
이경운	연구위원	1964.12	남	소프트웨어센터 Web&Convergence팀장	소프트웨어센터 Service Platform팀장	서울대
이도현	연구위원	1957.01	남	LED 개발팀 담당임원	LED 개발실 담당임원	東京工業大(博士)
이병길	연구위원	1967.03	남	DMC연구소 Design Solution 담당임원		Univ. of Texas, Austin(博士)
이상열	연구위원	1963.03	남	Media Solution센터 시스템운영팀장	Media Solution센터 솔루션개발 담당임원	서울대
이상현	연구위원	1966.05	남	System LSI 기반설계센터 담당임원	System LSI 기반설계센터 담당임원	서울대(博士)
이시즈카	연구위원	1951.08	남	프린팅솔루션 개발팀장	IT솔루션 PRT선행개발팀장	일본대
이신영	연구위원	1964.01	남	DMC연구소 R&D Solution 담당임원	종합기술원 연구개발혁신센터 수석	한국과학기술원(博士)
이용만	연구위원	1958.04	남	무선 개발실 담당임원		서울대(博士)
이운섭	연구위원	1957.10	남	생활가전 C&M사업팀 담당임원	공조솔루션사업팀 담당임원	부경대(博士)
이원석	연구위원	1967.10	남	소프트웨어센터 Intelligence Solution팀 담당임원	소프트웨어센터 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(博士)
이인종	연구위원	1965.01	남	무선 개발실 담당임원		Univ. of North Carolina, Chapel Hill(博士)
이재준	연구위원	1969.08	남	무선 개발실 담당임원		MIT(碩士)
이주한	연구위원	1964.06	남	소프트웨어센터 Intelligence Solution팀 담당임원	소프트웨어센터 Cloud Solution팀 담당임원	North Carolina State Univ.
임경원	연구위원	1967.07	남	영상디스플레이 개발실 담당임원		한국과학기술원(博士)
임희태	연구위원	1966.11	남	생활가전 개발팀 담당임원		부산대(博士)
장문석	연구위원	1967.09	남	네트워크 개발팀 담당임원	소프트웨어센터 Cloud Solution팀 담당임원	서울대(博士)
전경훈	연구위원	1962.12	남	DMC연구소 차세대통신연구팀장		University of Michigan(博士)

전승범	연구위원	1962.03	남	종합기술원 Material연구센터 담당 임원	종합기술원 Material연구소 담당임원	Akron(博士)
전진성	연구위원	1968.10	남	System LSI Foundry사업팀 담당 임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	Illinois, Urbana-Champaign(博士)
정성은	연구위원	1960.01	남	영상디스플레이 개발실 담당임원		한국과학기술원(博士)
정영기	연구위원	1958.03	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 개발실 담당임원	New York Univ.(碩士)
조광영	연구위원	1969.08	남	종합기술원 Material연구센터 담당 임원	종합기술원 Bio연구소 담당임원	서울대(博士)
조문중	연구위원	1966.09	남	영상디스플레이 서비스전략팀 담 당임원	영상디스플레이 개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)
조병학	연구위원	1967.03	남	System LSI Modem개발실 담당임 원	DMC研 Modem개발팀 담당임원	California, Berkeley(博士)
조원모	연구위원	1963.03	남	프린팅솔루션 요소기술팀 담당임 원	IT솔루션 Copier개발팀 담당임원	한양대(碩士)
최돈철	연구위원	1961.04	남	프린팅솔루션 요소기술팀 담당임 원	IT솔루션 Copier개발팀 담당임원	성균관대(碩士)
최병일	연구위원	1964.04	남	System LSI Foundry사업팀 담당 임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
최인권	연구위원	1960.01	남	SRC-Shenzhen연구소장	네트워크 시스템개발팀 수석	서울시립대
최재영	연구위원	1965.05	남	생활가전 개발팀 담당임원	DAS 개발팀 담당임원	Virginia Tech(博士)
최정아	연구위원	1964.10	여	네트워크 개발팀 담당임원		Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(博士)
최정연	연구위원	1963.07	남	종합기술원 Device & System연구 센터 담당임원	종합기술원 Future IT연구소 담당임원	Imperial Coll. of Science and Tech.(博士)
최종덕	연구위원	1955.02	남	소프트웨어센터 피센터장	소프트웨어센터 S/W Platform팀장	Univ. of Wisconsin, Madison(博士)
최형	연구위원	1961.10	남	종합기술원 Device & System연구 센터 담당임원	종합기술원 Device연구소 담당임원	연세대(博士)
함익대	연구위원	1964.11	남	영상디스플레이 개발실 담당임원	네트워크 Internet Infra사업팀 수석	연세대
황성우	연구위원	1962.08	남	종합기술원 Device & System연구 센터 담당임원	종합기술원 Device연구소 담당임원	Princeton Univ.(博士)
강태진	전문위원	1959.07	남	Media Solution센터 미디어서비스 팀장	Media Solution센터 서비스기획팀장	Univ. of Toronto(碩士)
구윤모	전문위원	1962.07	남	무선 개발실 담당임원		Texas A&M Univ.(碩士)
구준모	전문위원	1967.04	남	구주총괄 법무지원팀 담당임원	구주총괄 Compliance팀장	George Washington Univ.(碩士)
권송	전문위원	1961.02	남	SCIC Enterprise Business팀장	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	서강대(碩士)
김광덕	전문위원	1962.08	남	생활가전 Global제조센터 담당임 원	생활가전 Global제조센터 담당부장	전남과학대
김규호	전문위원	1962.01	남	Media Solution센터 게임서비스팀 장		KAIST(博士)
김도현	전문위원	1966.11	남	커뮤니케이션팀 담당임원	글로벌협력팀 담당임원	서울대(碩士)
김상윤	전문위원	1969.02	남	영상디스플레이 서비스전략팀 담 당임원		Univ. of California, Riverside
김석근	전문위원	1961.08	남	무선 디자인팀 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당임원	세종대
김성식	전문위원	1955.07	남	TSEC법인장	TSEC법인장	인하대
김성윤	전문위원	1966.10	남	IP센터 IP법무팀 담당임원	IP법무팀 책임변호사	Harvard Univ.(碩士)
김성현	전문위원	1959.10	남	글로벌기술센터 제조혁신팀 담당 임원	DS부문 OMS운영팀장	아주대

김영찬	전문위원	1966.02	남	영상디스플레이 서비스전략팀 담당임원		서강대(碩士)
김영환	전문위원	1958.12	남	무선 제품기술팀장	무선 개발팀장	경북대
김육기	전문위원	1961.10	남	SIEL-P(C)공장장	생활가전 냉기제조그룹장	성균관대
김윤식	전문위원	1967.05	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원		고려대
김윤우	전문위원	1966.05	남	상생협력아카데미 담당임원	삼성메디슨 인사팀장	건국대
김진태	전문위원	1959.03	남	상생협력센터 상생협력팀장		청주대(碩士)
데이빗은	전문위원	1967.01	남	Open Innovation센터장	Media Solution센터 Global Media팀장	Harvard Univ.(碩士)
로빈비양패	전문위원	1959.09	여	IM부문장 보좌역		Georgia Inst. of Tech.(碩士)
민은주	전문위원	1968.08	여	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	Univ. of Connecticut(博士)
박성모	전문위원	1961.02	남	CS환경센터 품질혁신팀 담당임원	CS환경센터 품질혁신팀 담당부장	홍익대
박승건	전문위원	1957.07	남	미래기술육성센터장	IP센터 IP전략팀장	서울대
박용직	전문위원	1957.06	남	DS부문 인사팀 담당임원	메모리 연구팀 담당임원	한국과학기술원(博士)
박원	전문위원	1966.10	여	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	IT솔루션 PC전략마케팅팀 담당임원	Univ.of PARIS XII(碩士)
박은주	전문위원	1964.07	남	기흥/화성단지총괄 환경안전팀장	기흥/화성단지총괄 환경안전팀 담당임원	서울과학기술대
반상조	전문위원	1958.07	남	재경팀 담당임원	경영지원팀 담당임원	성균관대(碩士)
빠르띠	전문위원	1968.03	남	상생협력센터 시너지구매팀 담당임원	상생협력센터 구매혁신T/F장	Univ. of Lappeenranta(碩士)
샘베이커	전문위원	1967.05	남	네트워크 전략마케팅팀 담당임원		Rollins College(碩士)
손승애	전문위원	1970.11	여	Media Solution센터 미디어서비스팀 담당임원	Media Solution센터 서비스기획팀 담당임원	연세대(碩士)
손영택	전문위원	1961.05	남	TSTC 담당임원	디지털이미징 Global제조팀장	금오공대
손정환	전문위원	1958.01	남	한국총괄 마케팅팀 담당임원	국내영업 마케팅팀 담당임원	연세대
송병인	전문위원	1961.06	남	생활가전 Global제조센터 담당임원	생활가전 Global제조센터 담당부장	충주공전
신기호	전문위원	1961.10	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 미주총괄 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(碩士)
신민재	전문위원	1972.09	남	IP센터 IP법무팀 담당임원	IP센터 IP법무팀 책임변호사	Harvard Univ.(碩士)
신재혁	전문위원	1969.11	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 Enterprise Business팀 담당임원	Univ. of Southern California
심제이	전문위원	1960.02	남	IP센터 기술분석팀장	IP센터 라이센싱팀 담당임원	Boston Univ.(博士)
안병철	전문위원	1957.06	남	스포츠과학지원실장	스포츠과학지원실장	Chiba Univ.(博士)
여승환	전문위원	1963.06	남	프린팅솔루션 전략마케팅팀 담당임원	IT솔루션 Copier개발팀 담당임원	Univ. of Southern California(碩士)
오준호	전문위원	1961.06	남	글로벌기술센터 제조기술팀장	SDMA법인장	한양대
원상철	전문위원	1959.07	남	상생협력센터 업무팀 담당임원	종합기술원 지원팀장	영남대
유병호	전문위원	1966.03	남	IP센터 기술분석팀 담당임원		Washington Univ. in St. Louis(碩士)
유승규	전문위원	1962.01	남	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	한국총괄 B2C영업팀 담당임원	연세대(碩士)
유영복	전문위원	1954.06	남	SEV법인장	SIEL 생산Div.장	인천전문대
윤진	전문위원	1961.04	남	프린팅솔루션 전략마케팅팀 담당임원	IT솔루션 PRT전략마케팅팀 담당임원	Hogere Technisch School
윤태식	전문위원	1969.04	남	한국총괄 마케팅팀 담당임원		연세대(碩士)
이관민	전문위원	1972.02	남	영상디스플레이 디자인팀 담당임원	영상디스플레이 상품기획팀 담당임원	Stanford Univ.(博士)
이기남	전문위원	1961.08	남	SEEG-P법인장	SEH-P 담당부장	항공대
이기용	전문위원	1960.02	남	육상연맹(파견)	LCD 인사팀장	한양대
이동근	전문위원	1960.04	남	IP센터 IP전략팀 담당임원	종합기술원 IP전략팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)
이병식	전문위원	1958.04	남	SSET법인장	SSKMT법인장	경북대

이성웅	전문위원	1960.09	남	중국IPC센터장	상생협력센터 구매전략 담당부장	광운대
이성훈	전문위원	1960.07	남	농구단장	농구단 담당부장	연세대
이영국	전문위원	1962.07	남	글로벌마케팅실 브랜드전략팀 담당임원	글로벌마케팅실 담당임원	한국외국어대
이용배	전문위원	1961.10	남	무선 사업분석팀 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당임원	Rensselaer Polytechnic Inst.(RPI)(碩士)
이윤정	전문위원	1968.08	여	영상전략마케팅팀 담당임원		Chicago(碩士)
이재일	전문위원	1962.03	남	창의개발센터장	인재개발센터장	광운대
이재철	전문위원	1957.04	남	기흥/화성단지총괄 Infra기술센터 담당임원	DS부문 Infra기술센터 담당임원	서울대
이태성	전문위원	1958.06	남	프린팅솔루션 전략마케팅팀 담당임원	IT솔루션 PRT전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Oklahoma(研究)
이태희	전문위원	1963.05	남	SDMA법인장	영상디스플레이 개발실 담당임원	영남대(碩士)
임재훈	전문위원	1955.10	남	생활가전 Global제조센터 담당임원	생활가전 Global제조팀 담당임원	용산공고
장호진	전문위원	1970.09	남	IP센터 라이선싱팀 담당임원	IP센터 라이선싱팀 책임변호사	Duke Univ.(碩士)
전창록	전문위원	1965.12	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Texas, Austin(碩士)
정광영	전문위원	1959.08	남	SESC 담당임원	IT솔루션 Global CS팀장	경북대(碩士)
정정규	전문위원	1958.11	남	경영혁신팀 담당임원	정보전략팀 담당임원	영남대
정지호	전문위원	1961.01	남	SSDP법인장	IT솔루션 제조 담당부장	경북대
정지홍	전문위원	1962.06	남	무선 디자인팀 담당임원		홍익대(博士)
제임스오	전문위원	1966.07	남	전략T/F 담당임원	재경팀 자금 담당부장	Columbia Univ.(碩士)
조병구	전문위원	1961.12	남	글로벌B2B센터 담당임원	무선 Enterprise Business팀장	한국과학기술원(碩士)
조지현	전문위원	1961.06	남	상생협력센터 상생협력팀 담당임원	상생협력센터 상생협력팀 담당부장	아주대(博士)
지성용	전문위원	1963.02	남	상생협력아카데미 담당임원	영상디스플레이 기술기획그룹장	인하대
지세근	전문위원	1962.10	남	경력컨설팅센터장	경력컨설팅센터장	서울디지털대
지영조	전문위원	1959.07	남	기획팀장	DMC 기획팀장	Brown Univ.(博士)
진병욱	전문위원	1960.08	남	무선 디자인팀 담당임원	디지털이미징 디자인 담당임원	홍익대(碩士)
차승규	전문위원	1961.08	남	무선 Global CS팀 담당임원	CS환경센터 담당부장	광운대
최근영	전문위원	1960.10	남	CS환경센터 품질혁신팀 담당임원	구주 ECC 담당부장	한국과학기술원(碩士)
최송천	전문위원	1966.03	남	기흥/화성단지총괄 Infra기술센터 담당임원	기흥/화성단지총괄 Infra기술센터 담당임원	성균관대(博士)
최수호	전문위원	1963.02	남	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 품질보증실 담당임원	California State Univ., Sacramento(碩士)
최종원	전문위원	1962.12	남	준법지원팀 담당임원	해외법무팀 담당임원	Northwestern Univ.(碩士)
탁정욱	전문위원	1964.03	남	글로벌B2B센터 담당임원		서울대
하동인	전문위원	1959.03	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 개발실 수석	금오공대
한순동	전문위원	1962.12	남	상생협력아카데미 담당임원	인재개발센터 담당임원	경희대(博士)
한장수	전문위원	1970.02	남	무선 지원팀 담당임원	무선 지원팀 책임변호사	State Univ. of New York, Buffalo(博士)
함종민	전문위원	1964.01	남	Media Solution센터 서비스마케팅팀장	Media Solution센터 서비스운영팀장	한국과학기술원(碩士)
홍석현	전문위원	1963.02	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	SSI 담당임원	건국대
홍순용	전문위원	1961.06	남	SEV 담당임원	생활가전 Global제조센터 담당부장	아주대(碩士)
홍익표	전문위원	1970.12	남	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 마케팅 담당부장	항공대

※ 상기 미등기임원 현황은 2014년 1분기말 재직 기준임

※ 미등기 임원 보유 주식수 : 보통주 5,931,968주 / 우선주 18,005주

(이건희 회장 보통주 4,985,464주, 우선주 12,398주, 이재용 부회장 보통주 840,403주 등)

※ 미등기 임원 보유주식수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2013년말 기준이며,

이후 변동 현황은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)의 '임원·주요주주 특정증권 등 소유 상황 보고서'를 참조하시기 바랍니다.

라. 미등기임원의 변동

보고기간 종료일 이후 제출일 현재까지 변동된 미등기임원의 현황은 다음과 같습니다.

구분	직위	성명	출생년월	성별	담당업무	사유
신규선임	연구위원	박용인	1964.04	남	System LSI 차세대제품개발팀장	경력입사
	연구위원	토모야스	1961.01	남	반도체연구소 담당임원	경력입사
	상무	남대희	1968.09	여	미래전략 커뮤니케이션팀 담당임원	경력입사
	부사장	부윤경	1957.10	남	미래전략 전략2팀장	경력입사
	전문위원	이원진	1967.08	남	영상디스플레이 서비스전략팀장	경력입사
퇴임	부사장	육현표	1959.01	남	미래전략 기획팀장	의원면직

마. 직원의 현황

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

사업부문	성별	직원 수				평균 근속연수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
		정규직	계약직	기타	합계				
CE	남	12,899	354	-	13,253	11.2	-	-	-
CE	여	2,563	183	-	2,746	6.0	-	-	-
IM	남	19,418	329	-	19,747	9.2	-	-	-
IM	여	7,868	87	-	7,955	6.7	-	-	-
DS	남	28,726	237	-	28,963	9.4	-	-	-
DS	여	13,034	66	-	13,100	8.4	-	-	-
기타	남	9,765	411	-	10,176	10.9	-	-	-
기타	여	2,099	348	-	2,447	6.5	-	-	-
성별합계	남	70,808	1,331	-	72,139	9.9	1,625,843	23	-
성별합계	여	25,564	684	-	26,248	7.5	400,092	15	-
합계		96,372	2,015	-	98,387	9.2	2,025,935	21	-

※ 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.

※ 상기 직원의 수는 본사기준이며 사내이사(4명) 제외 기준입니다.

※ 1인 평균급여액은 연간 평균인원 97,563명(남: 71,456명, 여: 26,107명) 기준으로 산출하였습니다.

2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수현황

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주주총회 승인금액	비고
등기이사	4	-	-
사외이사	2	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-
계	9	48,000	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 주주총회 승인금액은 상법 제388조에 따른 이사 보수 한도액으로, 당해 또는 과거년도에 퇴임한 이사의 직무수행의 대가를 포함하고 있습니다.

2. 보수지급금액

(단위 : 백만원)

구분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사	4	13,059	3,265	-
사외이사	2	45	22	-
감사위원회 위원 또는 감사	3	70	23	-
계	9	13,174	-	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

※ 1인당평균보수액은 보수총액을 연간 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

<이사·감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
권오현	대표이사	1,426	-

윤부근	대표이사	1,196	-
신종균	대표이사	9,664	-
이상훈	이사	773	-

※ 개인별 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 근로소득, 기타소득, 퇴직소득을 합산한 금액입니다.

2. 산정기준 및 방법

구분	산정기준 및 방법
대표이사 권오현	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보수총액 14억2천6백만원 내역 <ul style="list-style-type: none"> - 근로소득 <ul style="list-style-type: none"> ·급여 : 5억2천1백만원(월급여로 구성) ·상여 : 1억7천4백만원(설상여로 구성) ·주식매수선택권 행사이익 : 해당사항 없음 ·기타 근로소득 : 7억3천1백만원 - 퇴직소득 : 해당사항 없음 - 기타소득 : 해당사항 없음 ○ 보수 산정기준 및 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 급여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 - 상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 ·설상여 : 월급여 100% 지급 - 기타근로소득 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 ·특별상여(1회성) 및 복리후생으로 구성
대표이사 윤부근	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보수총액 11억9천6백만원 내역 <ul style="list-style-type: none"> - 근로소득 <ul style="list-style-type: none"> ·급여 : 4억3천2백만원(월급여로 구성) ·상여 : 1억4천4백만원(설상여로 구성) ·주식매수선택권 행사이익 : 해당사항 없음 ·기타 근로소득 : 6억2천만원 - 퇴직소득 : 해당사항 없음 - 기타소득 : 해당사항 없음 ○ 보수 산정기준 및 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 급여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 - 상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 ·설상여 : 월급여 100% 지급 - 기타근로소득 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 ·특별상여(1회성) 및 복리후생으로 구성

<p>대표이사 신종균</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보수총액 96억6천4백만원 내역 <ul style="list-style-type: none"> - 근로소득 <ul style="list-style-type: none"> ·급여 : 4억3천2백만원(월급여로 구성) ·상여 : 1억4천4백만원(설상여로 구성) ·주식매수선택권 행사이익 : 해당사항 없음 ·기타 근로소득 : 90억8천8백만원 - 퇴직소득 : 해당사항 없음 - 기타소득 : 해당사항 없음 ○ 보수 산정기준 및 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 급여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 - 상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 ·설상여 : 月급여 100% 지급 - 기타근로소득 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 ·특별상여(1회성) 및 복리후생으로 구성
<p>이 사 이상훈</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보수총액 7억7천3백만원 내역 <ul style="list-style-type: none"> - 근로소득 <ul style="list-style-type: none"> ·급여 : 2억8천1백만원(월급여로 구성) ·상여 : 9천4백만원(설상여로 구성) ·주식매수선택권 행사이익 : 해당사항 없음 ·기타 근로소득 : 3억9천8백만원 - 퇴직소득 : 해당사항 없음 - 기타소득 : 해당사항 없음 ○ 보수 산정기준 및 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 급여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 - 상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 ·설상여 : 月급여 100% 지급 - 기타근로소득 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 ·특별상여(1회성) 및 복리후생으로 구성

나. 주식선택권의 부여 및 행사현황

1. 이사·감사에게 부여한 주식매수선택권

구분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사	4	-	-
사외이사	2	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-
계	9	-	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

2. 그 밖의 미등기임원 등에게 부여한 주식매수선택권

2014년 1분기말 현재 누적기준 미행사 주식매수 선택권의 가중평균 행사가격은 584,871원입니다.

(가중평균 행사가격 = (회차별 미행사주식수 × 회차별 행사금액)의 합계액 ÷ 미행사주식의 총수)

[2014년 1분기말 현재]

(단위 : 원, 주)

부여 받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의 종류	변동수량			미행사 수량	행사기간	행사 가격
					부여	행사	취소			
강경훈	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	4,000	3,924	76	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
김명수	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	5,000	4,905	95	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
김석기	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	5,000	4,905	95	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
김석필	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	5,000	4,905	95	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
김행일	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	5,000	4,905	95	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
김혁철	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	5,000	4,905	95	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
박병대	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	5,000	4,905	95	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
박승건	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	5,000	4,905	95	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
반상조	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	5,000	4,905	95	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
성재현	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	3,500	3,434	66	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
성학경	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	5,000	4,905	95	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
소병세	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	3,500	3,300	66	134	'06.4.17~'14.4.16	580,300

송성원	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	3,500	3,434	66	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
심순선	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	3,500	3,434	66	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
엄영훈	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	5,000	4,905	95	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
왕통	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	5,000	4,905	95	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
우문균	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	3,500	3,434	66	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
이기욱	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	5,000	4,905	95	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
이기웅	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	5,000	4,905	95	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
이상철	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	5,000	4,905	95	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
이재형	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	5,000	4,905	95	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
장충기	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	30,000	29,426	574	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
전준영	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	3,500	2,200	66	1,234	'06.4.17~'14.4.16	580,300
정금용	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	4,000	3,924	76	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
정우인	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	5,000	4,100	95	805	'06.4.17~'14.4.16	580,300
정은승	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	5,000	4,905	95	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
조승환	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	3,500	3,434	66	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
조인수	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	3,500	3,434	66	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
조재문	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	3,500	3,434	66	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
최승철	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	3,500	3,434	66	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
최영준	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	4,000	2,600	76	1,324	'06.4.17~'14.4.16	580,300
최인권	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	5,000	4,905	95	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
최정혁	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	5,000	4,905	95	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
한명섭	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	5,000	3,500	95	1,405	'06.4.17~'14.4.16	580,300
황득규	미등기임원	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	3,500	3,434	66	0	'06.4.17~'14.4.16	580,300
김경도外 83명	-	2004년 04월 16일	자기주식 교부	보통주	409,500	340,894	49,633	18,973	'06.4.17~'14.4.16	580,300

합 계	-	-	-	-	590,000	513,064	53,061	23,875	-	-
-----	---	---	---	---	---------	---------	--------	--------	---	---

※ 변동수량 중 '취소' 주식수는 취소발생사유에 의한 부여 취소 및 '04년 이익소각으로 인한 부여주식수 감소를 포함합니다.

※ '14.03.31일 현재 증가는 1,343,000원이며, '관계'는 보고서 작성일(2014년 1분기말) 기준입니다.

[2014년 1분기말 현재]

(단위 : 원, 주)

부여 받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의 종류	변동수량			미행사 수량	행사기간	행사 가격
					부여	행사	취소			
곽영수 외1명	-	2005년 12월 20일	자기주식 교부	보통주	10,000	5,000	-	5,000	'07.12.21~'15.12.2 0	606,700

※ '14.03.31일 현재 증가는 1,343,000원이며, '관계'는 보고서 작성일(2014년 1분기말) 기준입니다.

IX. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등

가. 채무보증 내역

- 국내채무보증 : 해당사항 없음

- 해외채무보증

(단위 : 천US\$)

성명(법인명)	관계	채권자	보증기간	거래내역 (잔액)				채무보증 한도	비고
				기초	증가	감소	기말		
SEA(미주판매법인)	계열회사	SMBC 外	2017-04-10	2,840,000	0	1,340,000	1,500,000	2,880,000	
SECA(캐나다판매법인)	계열회사	Nova Scotia	2014-10-10	0	0	0	0	15,000	
SEM(멕시코판매법인)	계열회사	Santander 外	2015-03-28	314,620	0	111,630	202,990	562,000	
SAMCOL(콜롬비아판매법인)	계열회사	Citibank 外	2014-12-16	34,050	0	1,300	32,750	137,000	
SEDA(브라질생판법인)	계열회사	HSBC 外	2014-12-16	257,366	0	140,068	117,298	1,330,000	
SECH(칠레판매법인)	계열회사	Citibank 外	2014-12-16	49,400	0	4,400	45,000	168,000	
SEPR(페루판매법인)	계열회사	BBVA 外	2014-12-16	63,688	0	14,532	49,156	210,000	
SELA(파나마판매법인)	계열회사	Citibank	2014-12-16	0	0	0	0	40,000	
SEEH(네덜란드지주사)	계열회사	HSBC 外	2014-12-16	0	0	0	0	920,000	
SSA(남아공판매법인)	계열회사	Citibank 外	2014-12-16	64,729	6,668	0	71,397	335,000	
SEMRC(모로코판매법인)	계열회사	SocGen 外	2014-12-16	22,157	0	8,564	13,593	110,000	
SETK(터키판매법인)	계열회사	BTMU 外	2014-12-16	150,784	8,614	0	159,398	370,000	
SERK(러시아생산법인)	계열회사	BNP 外	2014-12-16	0	0	0	0	375,000	
SEI(이탈리아판매법인)	계열회사	Intesa	2014-10-31	550	0	550	0	0	
SEKZ(카자흐판매법인)	계열회사	Citibank	2014-12-16	10,400	14,350	0	24,750	90,000	
SEUC(우크라이나판매법인)	계열회사	Credit Agricole 外	2014-12-16	16,920	0	16,920	0	175,000	
SELV(요르단판매법인)	계열회사	Citibank	2014-12-16	0	0	0	0	10,000	
SAPL(싱가폴법인)	계열회사	BOA 外	2014-12-16	0	0	0	0	518,686	
SEV(베트남생산법인)	계열회사	SCB	2014-11-08	0	0	0	0	15,000	
SAVINA(베트남생산법인)	계열회사	BTMU 外	2014-12-16	0	0	0	0	90,000	
SEEG(이집트생판법인)	계열회사	HSBC	2014-06-13	3,000	0	3,000	0	0	
SEPCO(필리핀판매법인)	계열회사	Citibank 外	2014-12-16	54,225	0	27,911	26,314	26,314	
SET(대만판매법인)	계열회사	SCB 外	2014-11-08	0	0	0	0	100,000	
SEIN(인도네시아생판법인)	계열회사	BTMU 外	2014-11-08	16,400	0	16,400	0	140,000	
STIN(인도네시아판매법인)	계열회사	BTMU 外	2014-11-08	0	0	0	0	40,000	
SCIC(중국판매법인)	계열회사	HSBC 外	2014-12-16	0	0	0	0	200,000	
SCS(중국생산법인)	계열회사	외환은행	2015-01-13	0	400,000	0	400,000	400,000	
SJC(일본판매법인)	계열회사	Mizuho Bank 外	2015-05-29	285,600	11,832	0	297,432	985,600	
SRJ(일본연구법인)	계열회사	SMBC 外	2016-02-28	26,085	159	0	26,244	26,244	
SEDAM(멕시코생산법인)	계열회사	Citibank 外	2014-12-16	54,315	81,267	0	135,582	266,000	
SME(말레이시아판매법인)	계열회사	SCB	2014-11-08	0	0	0	0	120,000	
합 계				4,264,289	522,890	1,685,275	3,101,904	10,654,844	

상기의 채무보증 이외에 헝가리에 소재한 SEH(Samsung Electronics Hungarian) 법인이 헝가리정부와 체결한 투자 인센티브 계약의 이행을 보증하기 위하여 20,563 백만원(43.2억 HUF)의 지급보증을 제공하고 있습니다.
 당사는 건별 채무보증금액이 자기자본의 2.5% 이상일 경우 이사회 의결후 집행되며, 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우에는 그 결정을 경영위원회에 위임하고 있습니다.

나. 유가증권 매수 또는 매도 내역

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	변동금액					잔액	비고
		유가증권의 종류	매수	매도	합계	매매손익		
삼성자산운용	계열회사	수익증권	650,000	650,000	1,300,000	8,203	1,257,200	운용사
합계			650,000	650,000	1,300,000	8,203	1,257,200	

※ 수익증권 매매손익은 처분이익 기준

2. 대주주와의 자산양수도 등

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래목적	거래일자	거래일기준	거래대상물	거래금액
SAS	계열회사	자산매입	2014.03.22	매입일자	기계장치 등	16,096
SCS	계열회사	자산매각	2014.03.18	매각일자	기계장치 등	7,003
SESS	계열회사	자산매각/매입	2014.03.27	매각/매입일자	기계장치 등	3,649
SII	계열회사	자산매입	2014.02.19	매입일자	기계장치 등	2,586
SEV	계열회사	자산매각/매입	2014.03.25	매각/매입일자	기계장치 등	2,080
삼성디스플레이	계열회사	자산매입	2014.02.01	매입일자	지적재산권 등	1,458
SRC-Guangzhou	계열회사	자산매각	2014.02.17	매각일자	기계장치 등	879
TSST코리아	계열회사	자산매각	2014.01.01	매각일자	지적재산권 등	575
SSEC-E	계열회사	자산매각	2014.02.01	매각일자	기계장치 등	524
SSEC	계열회사	자산매각	2014.03.21	매각일자	기계장치 등	190

※ 거래일자는 최근 거래일자 기준임

당사는 2014년 1분기중 법인 Capa증설 등의 목적으로 자산을 SCS(Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.) 등 계열회사에 매각 하였습니다. 또한, 국내 생산 효율화를 위해 설비 등 자산을 계열회사로부터 매입하였습니다.

3. 대주주와의 영업거래

2014년 1분기중 대주주와의 영업거래가 최근사업연도 매출액의 5%를 초과하는 내역이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 2014년 1분기말 현재 제품경쟁력 제고 및 상생경영을 위한 협력회사 지원 및 종업원 복리후생 목적의 주택대부, 학자금 등으로 1,070억의 대여금이 있습니다. 또한, 직원용 임대주택 제공과 관련한 직원들의 금융기관 대출금에 대하여 2014년 1분기말 현재 181억을 한도로 채무보증을 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

성 명 (법인명)	관 계	대여금 내역					비 고
		계정과목	거래내역				
			기초잔액	증가	감소	기말잔액	
제일정공 외	협력업체	단기대여금	30,977	1,970	3,192	29,755	
에이테크솔루션 외	협력업체 및 종업원	장기대여금	77,303	14,602	14,708	77,197	
합 계			108,280	16,572	17,900	106,952	

※ 상기 내역은 현재가치할인차금 차감후, 대손충당금 차감전 기준입니다.

제43기 정기주주총회 (12.3.16)	1. 제43기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결
	2. 이사 선임의 건	가결
	2-1호 : 사외이사 선임의 건	
	2-2호 : 사내이사 선임의 건	
	2-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건	
	3. 이사 보수한도 승인의 건	가결
	4. LCD사업부 분할계획서 승인의 건	가결

3. 중요한 소송사건

(1) 삼성자동차의 채권금융기관들(이하 "채권금융기관들"이라 함)은 2005년 12월에 당사를 포함한 28개 삼성계열사들 및 이견희 회장을 상대로 1999년 9월에 체결된 합의서를 근거로 2조 4,500억원과 이에 대한 위약금 등의 지급을 청구하는 소송을 제기하였습니다. 삼성생명의 상장과정에서 채권금융기관들이 보유한 삼성생명 주식이 매각되고 그 주식 매각대금 중 주당 7만원(액면분할 기준)을 초과하는 금 8,776억원이 에스크로 계좌에 예치되었으며, 본 소송상 청구의 대부분이 취하되었습니다. 서울고등법원은 2011년 1월 11일에 삼성계열사들에게 위약금 6,000억원 및 이에 대한 지연손해금을 지급하라는 판결을 선고하였으며, 이에 따라 위 에스크로 계좌에서 위 판결에 따른 위약금 및 지연손해금 합계 6,204억원이 채권금융기관들에게 지급되었습니다. 한편, 이러한 판결에 대하여 당사를 포함한 삼성계열사들 및 채권금융기관들이 모두 상고하여 현재 대법원에서 상고심이 진행 중에 있습니다.

(2) 보고서 제출일 현재 미국, 독일 등의 지역에서 Apple사와의 특허관련 소송이 다수 진행중입니다. 미국에서 진행되고 있는 소송과 관련해서는 2012년 8월 24일 미국 캘리포니아 법원에서 디자인 및 기술특허에 대해 당사의 일부 침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 평결이 있었습니다. 그 후 2013년 3월 1일 동 법원의 판사는 손해액 중 일부 금액이 잘못 산정되었기 때문에 동 일부 금액에 대해 새로운 재판을 하도록 결정하였습니다. 그에 따라 2013년 11월 21일 손해액 관련 배심원 평결이 있었으며 2014년 3월 6일 Apple의 당사제품 판매 금지 주장을 기각하고 손해배상액은 기존 배심원 평결 금액으로 확 인하는 1심 판결이 선고되었습니다. 이 중 손해배상 관련 판결에 대해서 2014년 3월 7일 항소를 하여, 항소심 재판이 계속 진행될 예정입니다. 또한, 2014년 5월 5일 미국 캘리포니아 법원에서 기술특허 관련한 두번째 소송과 관련해 당사의 일부침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 평결이 있었으며, 추후 평결 내용에 대한 심리가 예정되어 있습니다. 동 소송을 포함한 Apple사와의 특허 관련 소송 최종 결과 및 그 영향을 보고기간종료일 현재 예측할 수 없습니다.

(3) TFT-LCD 판매에 대한 가격담합과 관련된 일부 해외구매자들로부터의 민사상 손해배상청구 등을 포함하여, 당사의 사업과 관련하여 발생한 소송, 분쟁 및 규제 기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실 하며 당사의 경영진은 이러한 소송의 결과가 당사의 재무 상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(4) 이외에도 다수의 회사와 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

4. 채무보증내역

분기연결검토보고서 및 분기검토보고서의 주석 13. 우발부채와 약정사항을 참고하시기 바랍니다.

5. 제재현황 등 그 밖의 사항

당사는 공정거래위원회로부터 하도급거래 공정화에 관한 법률 제4조(부당한 하도급 대금의 결정 금지) 등의 위반 사건과 관련하여 당사 임원 1인이 과태료(20백만원) 처분을 받은 바, 현재 법원에서 소송 계속 중에 있습니다. 그리고 하도급거래 공정화에 관한 법률 제8조(부당한 위탁취소의 금지) 등의 위반으로 2012년 8월 7일에 시정명령 및 과징금(1,602백만원) 부과 처분을 받아 과징금을 납부하였습니다.

또한, 당사는 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조(부당한 공동행위의 금지) 위반으로 KT 입찰과 관련하여 2011년 2월 15일에 시정명령 및 과징금(2,197백만원) 부과 처분을 받아 과징금을 납부하였고, 세탁기·평판TV·노트북PC 품목과 관련하여 2012년 3월 21일에 시정명령 및 과징금(12,907백만원) 부과 처분을 받아 과징금을 납부하였습니다.

이 외에, 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조(불공정거래행위의 금지) 위반으로 2012년 7월 10일 시정명령 및 과징금(14,126백만원) 부과 처분을 받아 소송을 제기하여 현재 법원에 소송 계속중에 있습니다. 위 사건과 관련하여 당사 및 임원 2인이 2012년 3월 12일에 과태료(당사 300백만원, 임원 2인 각 50백만원) 처분을 받아 과태료를 납부하였습니다.

그리고 당사는 공정거래위원회로부터 표시·광고의 공정화에 관한 법률 제4조(중요정보의 고시 및 통합광고) 위반으로 2014년 1월 13일 과태료(26백만원) 부과 처분을 받아 과태료를 납부하였습니다.

당사는 불산누출 사고와 관련하여 산업안전보건법 위반으로 2013년 3월 7일 과태료(합계 267백만원) 부과 처분을 받아 납부하였고, 유해화학물질관리법 위반으로 2013년 4월 1일 개선명령 및 과태료(합계 2.2백만원) 부과 처분 등을 받아 개선명령에 대한 이행보고를 하고 과태료를 납부하였습니다.

당사는 2013년 8월 환경부 및 경기도 합동 점검시 수입화학물질 미신고로 과태료(166.7백만원) 부과 처분 받아 납부하였습니다.

당사는 국제기준에 걸맞은 공정경쟁을 도모하기 위하여 관련 임직원 교육을 지속적으로 시행하고 있으며 임직원 준법 강화를 위해 여러 프로그램들을 운영중에 있습니다.

다. 또한 당사는 환경안전 관련 법규 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고 임직원
에 대한 교육을 시행하고 있습니다.

6. 단기매매차익 미환수 현황

당사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 단기매매차익
발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다.

7. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

가. 당사는 2014년 4월 1일 종속기업인 삼성전자축구단 지분 전량(지분율 100%)을
제일기획에 매각하였습니다.

나. 관계기업인 삼성종합화학 주식회사는 2014년 4월 2일 이사회에서 삼성석유화학
주식회사와의 합병(합병기일: 2014년 6월 1일)을 결의하였습니다. 당사가 보고
기간종료일 현재 보유하고 있는 양사의 지분은 각각 3.9%와 13.0%입니다.

다. 당사는 2014년 4월 29일 이사회 결의에 의거 신기술사업투자조합(SVIC 26호 및
SVIC 27호)에 대한 출자를 결정하였습니다. SVIC 26호 및 SVIC 27호에 대한
당사의 출자예정금액은 각각 198,000백만원과 59,400백만원입니다.

8. 합병 등의 사후 정보

(1) 합병 등의 내역

[삼성엘이디 주식회사 합병]

- 합병형태 : 흡수합병
- 합병배경 : LED 사업의 경영 효율성 증대
- 이사회 결의일 : 2011년 12월 26일
- 합병승인 이사회(주주총회 갈음) : 2012년 2월 20일
- 합병기일 : 2012년 4월 1일

구분	합병회사	피합병회사
상호	삼성전자 주식회사	삼성엘이디 주식회사
소재지	경기도 수원시 영통구 매탄동 416번지	경기도 용인시 기흥구 농서동 산 24번지
대표이사	최지성	조남성
합병비율	1	0.0134934

[LCD 사업부문 분할]

- 분할방법 : 물적분할 (분할후 삼성디스플레이 주식회사 신설)
- 분할목적 : LCD 사업의 경쟁력 강화
- 분할승인 : 2012년 3월 16일 (주주총회 결의)
- 분할기일 : 2012년 4월 1일

[에쓰이에이치에프코리아 합병]

- 합병형태 : 흡수합병
- 합병배경 : 카메라 모듈 및 터치스크린 등 사업의 경영 효율성 증대
- 이사회 결의일 : 2012년 9월 13일
- 합병승인 이사회(주주총회 갈음) : 2012년 10월 26일
- 합병기일 : 2012년 12월 1일

구분	합병회사	피합병회사
상호	삼성전자 주식회사	에쓰이에이치에프코리아 주식회사
소재지	경기도 수원시 영통구 삼성 로 129	경상북도 구미시 임수동 94-1
대표이사	권오현	김필영
합병비율	1	0.2056163

※ 당사가 에쓰이에이치에프코리아(주) 지분 100% 소유하고 있어,
합병신주 발행 없이 흡수합병하였습니다.

(2) 합병 등의 사후 정보

[삼성엘이디]

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	2차년도(2012년)			비고
		예측	실적	과리율	
삼성 엘이디	매출액	2,381,405	1,587,265	33%	TV 등 IT시장 정체 및 조명 매출 부진
	영업이익	258,250	△54,283	121%	매출감소 영향으로 예측比 손익차질
	세전이익	234,507	△76,422	133%	매출감소 영향으로 예측比 손익차질

※ 1차년도(2011년) 사후정보는 삼성엘이디에서 공시한 실적을 참고하십시오

[에쓰이에이치에프코리아]

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	1차년도(2012년)			비고
		예측	실적	과리율	
에쓰이에 이치에프 코리아	매출액	1,111,692	1,086,135	2%	
	영업이익	33,366	5,121	85%	TSP(터치스크린패널)사업 등 수익성 악화
	세전이익	31,517	1,008	97%	TSP(터치스크린패널)사업 등 수익성 악화

※ 2차년도(2013년) 경영실적은 해당 사업이 무선사업부에 흡수되어 별도 구분이 불가합니다.

9. 녹색경영

당사는 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 '녹색기술·녹색사업 인증' 취득을 확대하고 있습니다.

(녹색기술·녹색사업 등 인증)

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제32조 제2항에 따라 녹색기술 및 녹색사업 인증을 취득하고 있습니다. 당사의 녹색기술 개발은 사람과 자연을 존중하는 기업활동을 목표로 하는 플래닛퍼스트(Planet First) 전략으로 친환경 제품 개발과 보급 확대에 주력한 결과로서 인증 제도가 시작된 2010년 이래 2014년 1분기말 현재 총 32건의 유효 녹색인증을 확보하고 있습니다. 또한 인증을 받은 녹색기술이 적용된 상용화 제품에 대해 부여하는 '녹색기술제품 확인' 인증에 대해 총 13건(428개 모델)을 취득 하였습니다. 한편, 당사는 기흥/화성 사업장의 녹색기업재지정 신청을 철회하였고, 2013년 4월 5일자로 기흥/화성 사업장의 녹색기업 지정이 취소되었습니다.

2014년 1분기말 현재 인증취득 녹색기술 및 사업은 아래 표와 같습니다.

부분	사업부문	녹색기술 및 녹색사업 명칭	건수	비고
	CE	친환경 버블 세탁기술 등	20	
	IM	이동통신 기지국의 멤브레인 필터적용 저전력 냉각, 히팅, 습도 제어 기술 등	6	
DS	반도체	3-bit NAND Flash 반도체 설계 기술 등	5	
	DP	투명 LCD Display 기술	1	
합 계			32	

※ 본사기준으로 작성되었습니다.

※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 II. 사업의 내용의 11. 그 밖에 투자 의사 결정에 필요한 사항(나. 환경관련 규제사항)을 참조하십시오.

XI. 재무제표 등

연결 재무상태표

제 46 기 1분기말 2014.03.31 현재

제 45 기말 2013.12.31 현재

제 44 기말 2012.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 46 기 1분기말	제 45 기말	제 44 기말
자산			
유동자산	116,246,003	110,760,271	87,269,017
현금및현금성자산	18,150,284	16,284,780	18,791,460
단기금융상품	41,261,844	36,722,702	17,397,937
단기매도가능금융자산	2,066,226	1,488,527	1,258,874
매출채권	25,235,924	24,988,532	23,861,235
미수금	2,256,359	2,887,402	2,813,361
선급금	1,901,717	1,928,188	1,674,428
선급비용	3,520,559	2,472,950	2,262,234
재고자산	19,648,481	19,134,868	17,747,413
기타유동자산	2,204,609	2,135,589	1,462,075
매각예정분류자산		2,716,733	
비유동자산	109,046,593	103,314,747	93,802,553
장기매도가능금융자산	8,139,616	6,238,380	5,229,175
관계기업 및 공동기업에 대한 투자	6,537,343	6,422,292	8,785,489
유형자산	76,519,036	75,496,388	68,484,743
무형자산	4,120,237	3,980,600	3,729,705
장기선급비용	5,472,058	3,465,783	3,515,479
이연법인세자산	4,542,095	4,621,780	2,516,080
기타비유동자산	3,716,208	3,089,524	1,541,882
자산총계	225,292,596	214,075,018	181,071,570
부채			
유동부채	54,358,673	51,315,409	46,933,052
매입채무	10,263,011	8,437,139	9,489,111
단기차입금	7,282,569	6,438,517	8,443,752
미지급금	11,626,319	9,196,566	7,400,239
선수금	1,645,539	1,706,313	1,517,672
예수금	1,184,536	1,176,046	966,374

미지급비용	8,361,529	11,344,530	9,495,156
미지급법인세	5,116,692	3,386,018	3,222,934
유동성장기부채	1,222,558	2,425,831	999,010
총당부채	7,153,996	6,736,476	5,054,853
기타유동부채	501,924	467,973	343,951
비유동부채	15,372,199	12,743,599	12,658,312
사채	1,326,287	1,311,068	1,829,374
장기차입금	2,647,966	985,117	3,623,028
장기미지급금	2,739,218	1,053,756	1,165,881
순확정급여부채	2,205,467	1,854,902	1,729,939
이연법인세부채	4,765,348	6,012,371	3,429,467
장기총당부채	526,794	460,924	408,529
기타비유동부채	1,161,119	1,065,461	472,094
부채총계	69,730,872	64,059,008	59,591,364
자본			
지배기업 소유주지분	149,881,253	144,442,616	117,094,052
자본금	897,514	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
이익잉여금(결손금)	154,003,359	148,600,282	119,985,689
기타자본항목	(9,423,513)	(9,459,073)	(8,193,044)
비지배지분	5,680,471	5,573,394	4,386,154
자본총계	155,561,724	150,016,010	121,480,206
자본과부채총계	225,292,596	214,075,018	181,071,570

연결 손익계산서

제 46 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지

제 45 기 1분기 2013.01.01 부터 2013.03.31 까지

제 45 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

제 44 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 46 기 1분기		제 45 기 1분기		제 45 기	제 44 기
	3개월	누적	3개월	누적		
수익(매출액)	53,675,326	53,675,326	52,868,095	52,868,095	228,692,667	201,103,613
매출원가	32,049,515	32,049,515	31,379,355	31,379,355	137,696,309	126,651,931
매출총이익	21,625,811	21,625,811	21,488,740	21,488,740	90,996,358	74,451,682
판매비와관리비	13,137,012	13,137,012	12,709,282	12,709,282	54,211,345	45,402,344
영업이익(손실)	8,488,799	8,488,799	8,779,458	8,779,458	36,785,013	29,049,338
기타수익	1,911,596	1,911,596	216,166	216,166	2,429,551	1,552,989
기타비용	949,971	949,971	315,315	315,315	1,614,048	1,576,025
지분법이익	30,136	30,136	177,936	177,936	504,063	986,611
금융수익	1,450,291	1,450,291	1,927,621	1,927,621	8,014,672	7,836,554
금융비용	1,281,881	1,281,881	1,740,429	1,740,429	7,754,972	7,934,450
법인세비용차감전순이익(손실)	9,648,970	9,648,970	9,045,437	9,045,437	38,364,279	29,915,017
법인세비용	2,074,529	2,074,529	1,890,496	1,890,496	7,889,515	6,069,732
계속영업이익(손실)	7,574,441	7,574,441	7,154,941	7,154,941	30,474,764	23,845,285
당기순이익(손실)	7,574,441	7,574,441	7,154,941	7,154,941	30,474,764	23,845,285
당기순이익(손실)의 귀속						
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,484,680	7,484,680	6,976,918	6,976,918	29,821,215	23,185,375
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	89,761	89,761	178,023	178,023	653,549	659,910
주당이익						
기본주당이익(손실)	49,640	49,640	46,291	46,291	197,841	154,020
희석주당이익(손실)	49,635	49,635	46,274	46,274	197,800	153,950

※ 기본주당이익(손실)과 희석주당이익(손실)의 금액 단위는 "원"입니다.

연결 포괄손익계산서

제 46 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지

제 45 기 1분기 2013.01.01 부터 2013.03.31 까지

제 45 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

제 44 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 46 기 1분기		제 45 기 1분기		제 45 기	제 44 기
	3개월	누적	3개월	누적		
당기순이익(손실)	7,574,441	7,574,441	7,154,941	7,154,941	30,474,764	23,845,285
기타포괄손익	42,371	42,371	1,225,878	1,225,878	(1,006,838)	(1,717,080)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(5,026)	(5,026)	(8,598)	(8,598)	(213,113)	(504,120)
순확정급여부채 재측정요소	(5,026)	(5,026)	(8,598)	(8,598)	(213,113)	(504,120)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	47,397	47,397	1,234,476	1,234,476	(793,725)	(1,212,960)
매도가능금융자산평가손익	(49,858)	(49,858)	264,768	264,768	186,480	962,184
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(26,025)	(26,025)	15,373	15,373	20,756	(350,491)
해외사업장환산외환차이	123,280	123,280	954,335	954,335	(1,000,961)	(1,824,653)
총포괄손익	7,616,812	7,616,812	8,380,819	8,380,819	29,467,926	22,128,205
포괄손익의 귀속						
지배기업 소유주지분	7,508,468	7,508,468	8,166,237	8,166,237	28,837,590	21,499,343
비지배지분	108,344	108,344	214,582	214,582	630,336	628,862

연결 자본변동표

제 46 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지

제 45 기 1분기 2013.01.01 부터 2013.03.31 까지

제 45 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

제 44 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

(단위 : 백만원)

		자본						
		지배기업 소유주지분				비지배지분	자본 합계	
		자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목			지배기업 소유주지분 합계
2012.01.01 (기초자본)		897,514	4,403,893	97,622,872	(5,833,896)	97,090,383	4,223,247	101,313,630
자본의 변동	포괄손익							
	당기순이익			23,185,375		23,185,375	659,910	23,845,285
	매도가능금융자산평가				960,688	960,688	1,496	962,184
	관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분				(350,491)	(350,491)		(350,491)
	해외사업장환산외환차이				(1,789,877)	(1,789,877)	(34,776)	(1,824,653)
	순확정급여부채 재측정요소				(506,351)	(506,351)	2,231	(504,120)
	자본에 직접 인식된 주주와의 거래							
	배당			(827,501)		(827,501)	(373,632)	(1,201,133)
	연결실체내 자본거래 등				(1,089,835)	(1,089,835)	(104,395)	(1,194,230)
	연결실체의 변동						12,844	12,844
	자기주식의 처분				455,377	455,377		455,377
	주식선택권				(33,071)	(33,071)		(33,071)
기타			4,943	(5,588)	(645)	(771)	(1,416)	
2012.12.31 (기말자본)		897,514	4,403,893	119,985,689	(8,193,044)	117,094,052	4,386,154	121,480,206
2013.01.01 (기초자본)		897,514	4,403,893	119,985,689	(8,193,044)	117,094,052	4,386,154	121,480,206
자본의 변동	포괄손익							
	당기순이익			29,821,215		29,821,215	653,549	30,474,764
	매도가능금융자산평가				187,477	187,477	(997)	186,480
	관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분				20,949	20,949	(193)	20,756
	해외사업장환산외환차이				(986,691)	(986,691)	(14,270)	(1,000,961)
	순확정급여부채 재측정요소				(205,360)	(205,360)	(7,753)	(213,113)
	자본에 직접 인식된 주주와의 거래							
	배당			(1,206,622)		(1,206,622)	(42,155)	(1,248,777)
	연결실체내 자본거래 등				(312,959)	(312,959)	600,042	287,083
	연결실체의 변동						(918)	(918)
	자기주식의 처분				41,817	41,817		41,817
	주식선택권				(11,999)	(11,999)		(11,999)
기타				737	737	(65)	672	
2013.12.31 (기말자본)		897,514	4,403,893	148,600,282	(9,459,073)	144,442,616	5,573,394	150,016,010
2013.01.01 (기초자본)		897,514	4,403,893	119,985,689	(8,193,044)	117,094,052	4,386,154	121,480,206
자본의 변동	포괄손익							
	당기순이익			6,976,918		6,976,918	178,023	7,154,941
	매도가능금융자산평가				261,659	261,659	3,109	264,768
	관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분				15,278	15,278	95	15,373
	해외사업장환산외환차이				920,695	920,695	33,640	954,335
	순확정급여부채 재측정요소				(8,313)	(8,313)	(285)	(8,598)
	자본에 직접 인식된 주주와의 거래							
	배당			(1,131,255)		(1,131,255)	(588)	(1,131,843)

	연결실체내 자본거래 등				(1,901)	(1,901)	68,260	66,359
	연결실체의 변동						894	894
	자기주식의 처분				13,177	13,177		13,177
	주식선택권				(3,751)	(3,751)		(3,751)
	기타				320	320	(537)	(217)
	2013.03.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	125,831,352	(6,995,880)	124,136,879	4,668,765	128,805,644
	2014.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	148,600,282	(9,459,073)	144,442,616	5,573,394	150,016,010
자본의 변동	포괄손익							
	당기순이익			7,484,680		7,484,680	89,761	7,574,441
	매도가능금융자산평가				(74,903)	(74,903)	25,045	(49,858)
	관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분				(26,041)	(26,041)	16	(26,025)
	해외사업장환산외환차이				131,815	131,815	(8,535)	123,280
	순확정급여부채 재측정요소				(7,083)	(7,083)	2,057	(5,026)
	자본에 직접 인식된 주주와의 거래							
	배당			(2,081,603)		(2,081,603)	(458)	(2,082,061)
	연결실체내 자본거래 등				(158)	(158)	(803)	(961)
	연결실체의 변동						13	13
	자기주식의 처분				16,307	16,307		16,307
	주식선택권				(4,696)	(4,696)		(4,696)
	기타				319	319	(19)	300
		2014.03.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	154,003,359	(9,423,513)	149,881,253	5,680,471

연결 현금흐름표

제 46 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지
 제 45 기 1분기 2013.01.01 부터 2013.03.31 까지
 제 45 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
 제 44 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 46 기 1분기	제 45 기 1분기	제 45 기	제 44 기
영업활동현금흐름	12,212,896	12,819,349	46,707,440	37,972,809
영업에서 창출된 현금흐름	12,456,237	13,180,924	52,966,351	40,826,895
당기순이익	7,574,441	7,154,941	30,474,764	23,845,285
조정	5,617,215	5,885,266	23,804,832	22,759,559
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(735,419)	140,717	(1,313,245)	(5,777,949)
이자의 수취	352,757	240,737	1,034,074	789,397
이자의 지급	(98,367)	(117,512)	(434,857)	(576,379)
배당금 수입	1,295,241	135,928	592,217	1,112,940
법인세 납부액	(1,792,972)	(620,728)	(7,450,345)	(4,180,044)
투자활동현금흐름	(11,657,103)	(10,518,028)	(44,747,019)	(31,321,554)
단기금융상품의 순증감	(4,558,705)	(5,844,154)	(19,391,643)	(5,965,611)
단기매도가능금융자산의 순증감	(129,637)	9,214	33,663	(589,072)
장기매도가능금융자산의 처분	140,539	7,280	1,691,463	106,208
장기매도가능금융자산의 취득	(2,456,883)	(211,613)	(1,531,356)	(870,249)
관계기업 및 공동기업 투자의 처분	2,013,457		240	41,091
관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(184,700)	(21,034)	(181,307)	(279,022)
유형자산의 처분	86,009	39,758	377,445	644,062
유형자산의 취득	(5,939,788)	(3,401,640)	(23,157,587)	(22,965,271)
무형자산의 처분	1,242	808	4,562	61,497
무형자산의 취득	(267,146)	(265,118)	(934,743)	(650,884)
사업결합으로 인한 현금유출입액		(167,155)	(167,155)	(464,279)
기타 투자활동으로 인한 현금유출입액	(361,491)	(664,374)	(1,490,601)	(390,024)
재무활동현금흐름	1,258,699	(2,618,964)	(4,137,031)	(1,864,508)
단기차입금의 순차입(상환)	827,941	(2,312,736)	(1,861,536)	(800,579)
주식선택권의 행사로 인한 자기주식의 처분	13,727	10,280	34,390	88,473
사채 및 장기차입금의 차입	1,714,342	26,672	26,672	1,862,256
사채 및 장기차입금의 상환	(1,294,299)	(403,634)	(1,368,436)	(522,899)
배당금 지급	(2,236)	(3,243)	(1,249,672)	(1,265,137)
비지배지분의 증감	(776)	63,697	281,551	(1,200,134)
기타 재무활동으로 인한 현금유출입액				(26,488)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,814,492	(317,643)	(2,176,610)	4,786,747
외화환산으로 인한 현금의 변동	51,012	364,340	(330,070)	(687,048)
현금및현금성자산의순증가(감소)	1,865,504	46,697	(2,506,680)	4,099,699
기초현금및현금성자산	16,284,780	18,791,460	18,791,460	14,691,761
기말현금및현금성자산	18,150,284	18,838,157	16,284,780	18,791,460

(1) 당기의 연결재무제표에 대한 주석

- 감사인의 연결 검토보고서상의 연결재무제표에 대한 주석과 동일

(2) 대손충당금 설정 현황

- 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 금액	대손충당금	대손충당금 설정률
제46기 1분기	매출채권	25,537,921	301,997	1.2%
	단기대여금	1,936	167	8.6%
	미수금	2,271,450	15,091	0.7%
	선급금	1,906,259	4,542	0.2%
	장기성매출채권	55,661	404	0.7%
	장기성미수금	29,091	211	0.7%
	장기성선급금	199,453	793	0.4%
	장기대여금	150,210	801	0.5%
	합 계	30,151,981	324,006	1.1%
제45기	매출채권	25,256,002	267,470	1.1%
	단기대여금	33,382	271	0.8%
	미수금	2,907,221	19,819	0.7%
	선급금	1,932,530	4,342	0.2%
	장기성매출채권	36,229	205	0.6%
	장기성미수금	24,384	227	0.9%
	장기성선급금	76,429	792	1.0%
	장기대여금	152,005	36,727	24.2%
	합 계	30,418,182	329,853	1.1%
제44기	매출채권	24,138,022	276,787	1.1%
	단기대여금	60,843	675	1.1%
	미수금	2,815,696	2,335	0.1%
	선급금	1,676,804	2,376	0.1%
	장기성매출채권	30,405	-	0.0%
	장기성미수금	18,491	260	1.4%
	장기성선급금	85,843	793	0.9%
	장기대여금	166,689	643	0.4%
	합 계	28,992,793	283,869	1.0%

※ 채권금액은 현재가치할인차금 차감후 금액입니다.(연결기준)

※ 한국채택국제회계기준으로 작성되었습니다.

- 대손충당금 변동 현황

(단위 : 백만원)

구 분	제46기 1분기	제45기	제44기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	329,853	283,869	259,161
2. 순대손처리액(① - ② ± ③)	9,380	17,833	53,433
① 대손처리액(상각채권액)	11,986	20,393	55,592
② 상각채권회수액	2,606	2,560	2,159
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	3,533	63,817	78,141
4. 기말 대손충당금 잔액합계	324,006	329,853	283,869

※ 연결기준입니다.

- 매출채권관련 대손충당금 설정 방침

1) 대손충당금 설정방침

채무상태표일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정

2) 대손경험률 및 대손예상액 산정근거

- 대손경험률: 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손경험률을 산정하여 설정
- 대손예상액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등을 고려하여 채권잔액의 1%초과~100% 범위에서 합리적인 대손 추산액 설정

[대손추산액 설정기준]

상황	설정률
분 쟁	25 %
수금의뢰	50 %
소 송	75 %
부 도	100 %

3) 대손처리기준: 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리

- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우
- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우
- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우
- 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우
- 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우

- 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위 : 백만원)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	25,529,781	30,375	20,359	13,067	25,593,582
구성비율	99.7%	0.1%	0.1%	0.1%	100.00%

※ 매출채권잔액은 현재가치할인차금 차감 후 금액임(연결기준)

(3) 재고자산 현황

- 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

부문	사업부문	계정과목	제46기 1분기말	제45기말	제44기말	비고
CE		제품 및 상품	1,879,130	1,927,784	1,868,910	
		반제품 및 재공품	104,792	73,876	72,375	
		원재료 및 저장품	1,637,376	1,435,023	1,468,295	
		미착품	1,903,891	1,689,040	1,634,797	
		소 계	5,525,189	5,125,723	5,044,377	
IM		제품 및 상품	2,375,489	2,896,647	3,113,848	
		반제품 및 재공품	458,513	333,109	305,543	
		원재료 및 저장품	3,972,803	3,363,195	2,736,050	
		미착품	1,001,955	1,026,147	895,088	
		소 계	7,808,760	7,619,098	7,050,529	
DS	반도체	제품 및 상품	935,401	1,219,189	1,317,615	
		반제품 및 재공품	3,422,948	3,022,125	2,461,713	
		원재료 및 저장품	343,868	351,646	486,166	
		미착품	94,824	89,670	83,312	
		소 계	4,797,041	4,682,630	4,348,806	
	DP	제품 및 상품	309,534	553,108	460,600	
		반제품 및 재공품	527,862	443,611	259,324	
		원재료 및 저장품	317,502	328,955	239,414	
		미착품	32,415	4,988	63,721	
		소 계	1,187,313	1,330,662	1,023,059	
	DS 계	제품 및 상품	1,277,677	1,810,852	1,797,309	
		반제품 및 재공품	4,121,919	3,663,346	2,852,724	
		원재료 및 저장품	708,983	726,455	775,434	
		미착품	119,768	98,897	150,237	
		소 계	6,228,347	6,299,550	5,575,704	
총 계		제품 및 상품	6,460,439	7,429,350	6,837,250	
		반제품 및 재공품	4,685,158	4,070,266	3,230,576	
		원재료 및 저장품	7,443,463	6,809,112	5,081,396	
		미착품	1,059,421	826,140	2,598,191	
		소 계	19,648,481	19,134,868	17,747,413	
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]			8.7%	8.9%	9.8%	
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]			6.6회	7.5회	7.6회	

※ 재고는 재고미실현 소거 기준입니다.(연결재고기준)

- 재고자산의 실사내역 등

1) 실사일자

- 5월말 및 11월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시
- 재고조사 시점인 11월말과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일기준 재고자산의 실재성을 확인함.

2) 실사방법

- 사내보관재고 : 폐창식 전수조사 실시
 - ※ 반도체 및 DP 라인재고 및 자동화창고보관 SVC자재는 표본조사
- 사외보관재고
 - 제3자 보관재고, 운송중인재고에 대해선 전수로 물품보유확인서 또는 장치확인서 징구 및 표본조사 병행
- 외부감사인은 당사의 재고실사에 입회·확인하고 일부 항목에 대해 표본 추출하여 그 실재성 및 완전성 확인함.

(4) 장기체화재고 등 내역

재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 2014년 1분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	당기 평가총당	당기말잔액	비 고
제품 및 상품	6,623,615	6,623,615	163,176	6,460,439	
반제품 및 재공품	4,892,687	4,892,687	207,529	4,685,158	
원재료 및 저장품	7,643,240	7,643,240	199,777	7,443,463	
미착품	1,059,421	1,059,421	-	1,059,421	
합 계	20,218,963	20,218,963	570,482	19,648,481	

※ 연결기준입니다.

재무상태표

제 46 기 1분기말 2014.03.31 현재

제 45 기말 2013.12.31 현재

제 44 기말 2012.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 46 기 1분기말	제 45 기말	제 44 기말
자산			
유동자산	66,644,238	60,603,694	43,952,271
현금및현금성자산	4,196,127	2,030,307	2,269,422
단기금융상품	29,162,138	27,463,345	13,400,572
단기매도가능금융자산	1,928,385	1,488,527	1,258,873
매출채권	19,902,806	17,748,978	17,296,647
미수금	1,900,752	2,734,572	1,757,644
선급금	992,009	1,007,685	883,859
선급비용	2,017,603	1,373,140	1,091,766
재고자산	5,784,682	5,880,463	5,326,417
기타유동자산	759,736	876,677	667,071
비유동자산	95,597,047	94,222,263	89,311,784
장기매도가능금융자산	3,324,455	3,956,952	3,618,727
종속기업, 관계기업 및 공동기업에 대한 투자	42,362,661	42,258,049	39,478,292
유형자산	41,213,591	41,439,372	39,808,935
무형자산	2,633,449	2,495,302	2,464,948
장기선급비용	4,982,057	2,951,813	2,924,694
이연법인세자산			142,314
기타비유동자산	1,080,834	1,120,775	873,874
자산총계	162,241,285	154,825,957	133,264,055
부채			
유동부채	31,966,181	27,597,944	24,770,263
매입채무	6,663,286	5,742,116	5,785,104
단기차입금	3,180,341	2,811,565	3,034,621
미지급금	8,236,576	5,404,573	4,423,468
선수금	113,175	141,582	218,229
예수금	665,034	514,235	459,481
미지급비용	4,005,830	5,952,745	5,469,762
미지급법인세	4,028,396	2,207,118	2,217,161
유동성사채	5,154	5,083	5,150
총당부채	5,035,789	4,805,193	3,134,268
기타유동부채	32,600	13,734	23,019
비유동부채	5,165,773	4,857,246	2,605,923
사채	66,996	66,079	72,103

장기미지급금	2,447,118	769,002	775,585
순확정급여부채	1,791,454	1,500,222	1,378,105
이연법인세부채	378,437	1,954,171	
장기충당부채	473,247	415,718	367,743
기타비유동부채	8,521	152,054	12,387
부채총계	37,131,954	32,455,190	27,376,186
자본			
자본금	897,514	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
이익잉여금(결손금)	124,916,182	122,029,419	105,306,520
기타자본항목	(5,108,258)	(4,960,059)	(4,720,058)
자본총계	125,109,331	122,370,767	105,887,869
자본과부채총계	162,241,285	154,825,957	133,264,055

손익계산서

제 46 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지

제 45 기 1분기 2013.01.01 부터 2013.03.31 까지

제 45 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

제 44 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 46 기 1분기		제 45 기 1분기		제 45 기	제 44 기
	3개월	누적	3개월	누적		
수익(매출액)	37,125,668	37,125,668	36,586,705	36,586,705	158,372,089	141,206,377
매출원가	24,669,877	24,669,877	25,131,437	25,131,437	110,731,528	99,431,997
매출총이익	12,455,791	12,455,791	11,455,268	11,455,268	47,640,561	41,774,380
판매비와관리비	6,579,569	6,579,569	6,694,528	6,694,528	25,833,556	23,263,944
영업이익(손실)	5,876,222	5,876,222	4,760,740	4,760,740	21,807,005	18,510,436
기타수익	329,062	329,062	265,719	265,719	3,130,308	2,860,100
기타비용	73,071	73,071	125,701	125,701	792,210	621,002
금융수익	628,368	628,368	905,995	905,995	3,918,900	3,204,014
금융비용	511,064	511,064	769,167	769,167	3,846,744	3,205,690
법인세비용차감전순이익(손실)	6,249,517	6,249,517	5,037,586	5,037,586	24,217,259	20,747,858
법인세비용	1,281,151	1,281,151	826,164	826,164	6,287,739	3,349,328
계속영업이익(손실)	4,968,366	4,968,366	4,211,422	4,211,422	17,929,520	17,398,530
당기순이익(손실)	4,968,366	4,968,366	4,211,422	4,211,422	17,929,520	17,398,530
주당이익						
기본주당이익(손실)	32,951	32,951	27,942	27,942	118,946	115,576
희석주당이익(손실)	32,947	32,947	27,931	27,931	118,921	115,524

※ 기본주당이익(손실)과 희석주당이익(손실)의 금액 단위는 "원"입니다.

포괄손익계산서

제 46 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지

제 45 기 1분기 2013.01.01 부터 2013.03.31 까지

제 45 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

제 44 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 46 기 1분기		제 45 기 1분기		제 45 기	제 44 기
	3개월	누적	3개월	누적		
당기손이익(손실)	4,968,366	4,968,366	4,211,422	4,211,422	17,929,520	17,398,530
기타포괄손익	(159,808)	(159,808)	170,254	170,254	(269,819)	451,754
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(14,210)	(14,210)	(8,239)	(8,239)	(165,832)	(414,850)
순확정급여부채 재측정요소	(14,210)	(14,210)	(8,239)	(8,239)	(165,832)	(414,850)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(145,598)	(145,598)	178,493	178,493	(103,987)	866,604
매도가능금융자산평가손익	(145,598)	(145,598)	178,493	178,493	(103,987)	866,604
총포괄손익	4,808,558	4,808,558	4,381,676	4,381,676	17,659,701	17,850,284

자본변동표

제 46 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지

제 45 기 1분기 2013.01.01 부터 2013.03.31 까지

제 45 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

제 44 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

(단위 : 백만원)

		자본				자본 합계
		자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	
2012.01.01 (기초자본)		897,514	4,403,893	88,735,491	(5,579,992)	88,456,906
자본의 변동	포괄손익					
	당기순이익(손실)			17,398,530		17,398,530
	매도가능금융자산평가				866,604	866,604
	순확정급여부채 재측정요소				(414,850)	(414,850)
	자본에 직접 인식된 주주와의 거래					
	배당			(827,501)		(827,501)
	종속기업과의 사업결합				(6,277)	(6,277)
	자기주식의 처분				455,377	455,377
	주식선택권				(33,071)	(33,071)
	기타				(7,849)	(7,849)
2012.12.31 (기말자본)		897,514	4,403,893	105,306,520	(4,720,058)	105,887,869
2013.01.01 (기초자본)		897,514	4,403,893	105,306,520	(4,720,058)	105,887,869
자본의 변동	포괄손익					
	당기순이익(손실)			17,929,520		17,929,520
	매도가능금융자산평가				(103,987)	(103,987)
	순확정급여부채 재측정요소				(165,832)	(165,832)
	자본에 직접 인식된 주주와의 거래					
	배당			(1,206,621)		(1,206,621)
	종속기업과의 사업결합					
	자기주식의 처분				41,817	41,817
	주식선택권				(11,999)	(11,999)
	기타					
2013.12.31 (기말자본)		897,514	4,403,893	122,029,419	(4,960,059)	122,370,767
2013.01.01 (기초자본)		897,514	4,403,893	105,306,520	(4,720,058)	105,887,869
자본의 변동	포괄손익					
	당기순이익(손실)			4,211,422		4,211,422
	매도가능금융자산평가				178,493	178,493
	순확정급여부채 재측정요소				(8,239)	(8,239)
	자본에 직접 인식된 주주와의 거래					
	배당			(1,131,255)		(1,131,255)
	종속기업과의 사업결합					
	자기주식의 처분				13,177	13,177
	주식선택권				(3,751)	(3,751)
	기타					
2013.03.31 (기말자본)		897,514	4,403,893	108,386,687	(4,540,378)	109,147,716
2014.01.01 (기초자본)		897,514	4,403,893	122,029,419	(4,960,059)	122,370,767
자본의 변동	포괄손익					
	당기순이익(손실)			4,968,366		4,968,366
	매도가능금융자산평가				(145,598)	(145,598)
	순확정급여부채 재측정요소				(14,210)	(14,210)

	자본에 직접 인식된 주주와의 거래					
	배당			(2,081,603)		(2,081,603)
	종속기업과의 사업결합					
	자기주식의 처분				16,306	16,306
	주식선택권				(4,697)	(4,697)
	기타					
2014.03.31 (기말자본)		897,514	4,403,893	124,916,182	(5,108,258)	125,109,331

현금흐름표

제 46 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지
 제 45 기 1분기 2013.01.01 부터 2013.03.31 까지
 제 45 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
 제 44 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 46 기 1분기	제 45 기 1분기	제 45 기	제 44 기
영업활동현금흐름	6,079,731	5,941,921	28,443,058	23,065,604
영업에서 창출된 현금흐름	6,888,476	5,895,219	31,520,938	23,037,393
당기순이익	4,968,366	4,211,422	17,929,520	17,398,530
조정	3,577,241	2,969,824	13,302,395	11,381,647
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,657,131)	(1,286,027)	289,023	(5,742,784)
이자의 수취	163,933	97,425	441,659	329,046
이자의 지급	(16,844)	(9,603)	(65,476)	(77,682)
배당금 수입	38,365	48,002	711,925	1,605,097
법인세 납부액	(994,199)	(89,122)	(4,165,988)	(1,828,250)
투자활동현금흐름	(4,271,431)	(4,029,154)	(27,325,848)	(21,206,370)
단기금융상품의 순증감	(1,698,794)	(2,271,791)	(14,062,772)	(2,132,937)
단기매도가능금융자산의 순증감	8,203	9,213	33,633	(581,248)
장기매도가능금융자산의 처분	3,530	6,244	1,606,436	2,840
장기매도가능금융자산의 취득	(5,463)	(7,341)	(1,253,174)	(7,338)
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분	1,563	12,224	57,779	151,334
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(101,930)	(457,734)	(2,882,883)	(3,279,314)
유형자산의 처분	23,780	44,996	224,663	164,938
유형자산의 취득	(2,257,723)	(1,176,989)	(10,283,821)	(14,094,835)
무형자산의 처분	575	808	917	41,773
무형자산의 취득	(255,111)	(172,949)	(748,080)	(621,842)
사업결합으로 인한 현금유출입액				(192,349)
물적분할로 인한 현금유출액				(501,006)
기타 투자활동으로 인한 현금유출입액	9,939	(15,835)	(18,546)	(156,386)
재무활동현금흐름	357,520	(1,260,077)	(1,356,325)	(2,308,543)
단기차입금의 순차입(상환)	343,793	(1,270,356)	(178,713)	(1,362,628)
주식선택권의 행사로 인한 자기주식의 처분	13,727	10,280	34,390	88,473
사채 및 장기차입금의 상환			(5,356)	(206,840)
배당금 지급		(1)	(1,206,646)	(827,548)
현금및현금성자산의순증가(감소)	2,165,820	652,690	(239,115)	(449,309)
기초현금및현금성자산	2,030,307	2,269,422	2,269,422	2,718,731
기말현금및현금성자산	4,196,127	2,922,112	2,030,307	2,269,422

채무증권 발행실적

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면 총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
삼성전자	회사채	공모	1997년 10월 02일	106,880	7.7	A+(S&P), A1(Moody's)	2027년 10월 01일	일부상환	골드만삭스 외
SEA	회사채	공모	2012년 04월 10일	1,068,800	1.8	A+(S&P), A1(Moody's)	2017년 04월 10일	미상환	골드만삭스 외
삼성디스플레이	회사채	공모	2011년 11월 17일	500,000	4.1	AA+(한국신용평가)	2014년 11월 17일	미상환	SK증권
삼성디스플레이	회사채	공모	2011년 11월 17일	200,000	4.2	AA+(한국신용평가)	2016년 11월 17일	미상환	SK증권
합 계	-	-	-	1,875,680	-	-	-	-	-

※ 외화로 발행된 회사채의 경우 기준일 환율을 적용하였습니다.

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : -)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : -)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	505,344	5,344	205,344	1,074,144	5,344	26,720	21,376	1,843,616
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	505,344	5,344	205,344	1,074,144	5,344	26,720	21,376	1,843,616

※ 외화로 발행된 회사채의 경우 기준일 환율을 적용하였습니다.

- 회사채 미상환 잔액(삼성전자)

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	5,344	5,344	5,344	5,344	5,344	26,720	21,376	74,816
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	5,344	5,344	5,344	5,344	5,344	26,720	21,376	74,816

※ 기준일 환율을 적용하였습니다.

- 회사채 미상환 잔액(SEA)

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	1,068,800	-	-	-	1,068,800
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	1,068,800	-	-	-	1,068,800

※ 기준일 환율을 적용하였습니다.

- 회사채 미상환 잔액(삼성디스플레이)

(기준일 : 2014년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	500,000	-	200,000	-	-	-	-	700,000
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	500,000	-	200,000	-	-	-	-	700,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : -)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : -)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

XII. 부속명세서

1. 공정가치평가 절차요약

가. 금융자산

당사는 금융자산을 그 조건 및 취득목적에 따라 당기손익인식금융자산, 대여금 및 수취채권, 매도가능금융자산, 만기보유금융자산으로 분류하고 있습니다. 당사의 경영진은 최초 인식시점에서 이러한 금융자산의 분류를 결정하고 있습니다. 금융자산의 정형화된 매매거래는 거래일(당사가 자산을 매매하기로 약정한 날)에 인식하고 있습니다. 당기손익인식금융자산을 제외한 모든 금융자산은 최초 인식시점의 공정가치에 거래원가를 가산하여 인식하고 있습니다. 당사는 금융자산으로부터 받을 현금흐름에 대한 권리가 소멸하거나 이전되고, 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 이전된 경우에 당해 금융자산을 제거하고 있습니다.

- 당기손익인식금융자산

당기손익인식금융자산은 단기매매목적의 금융자산입니다. 주로 단기간 내에 매각할 목적으로 취득한 금융자산을 당기손익인식금융자산으로 분류합니다. 파생상품의 경우 위험회피회계를 적용하지 않는 경우에 단기매매로 분류하며, 이러한 범주의 자산은 유동자산으로 분류하고 있습니다. 당기손익인식금융자산은 최초에 공정가치로 인식하고 거래원가는 손익계산서에 비용처리하고 있습니다. 당기손익인식금융자산은 후속적으로 공정가치로 측정하고 있습니다. 공정가치 변동에 따른 손익은 이자수익을 포함하고 있으며 발생기간에 손익계산서상 금융수익으로 표시됩니다. 당기손익인식금융자산의 배당금수익은 당사의 배당금을 받을 권리가 확정되는 시점에 손익계산서상 기타수익으로 인식하고 있습니다.

- 대여금 및 수취채권

대여금 및 수취채권은 지급금액이 확정되었거나 확정될 수 있으며 활성화된 시장에서 거래되지 않는 비파생금융자산입니다. 보고기간종료일 기준으로 만기가 12개월을 초과하는 경우에는 비유동자산으로 분류하며 이외의 경우 유동자산으로 분류하고 있습니다. 대여금 및 수취채권은 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정하고 있습니다.

- 매도가능금융자산

매도가능금융자산은 매도가능금융자산으로 지정하거나, 다른 범주에 포함되지 않은 비파생상품입니다. 매도가능금융자산은 보고기간말 기준으로 12개월 이내에 만기가 도래하거나 경영진이 처분할 의도가 있는 경우가 아니면 비유동자산으로 분류됩니다. 매도가능금융자산을 처분하거나 손상차손을 인식하는 때, 자본에 인식된 누적 공정가치 조정 금액은 기타수익 및 기타비용으로 손익계산서에 표시하고 있습니다. 유효이자율법을 사용하여 계산한 매도가능금융자산의 이자는 금융수익의 일부로 손익계산서에 인식됩니다. 매도가능주식의 배당금은 당사의 배당금 수취 권리가 확정되는 시점에 기타수익의 일부로 손익계산서에 인식됩니다.

- 만기보유금융자산

만기보유금융자산은 만기가 고정되었고 지급금액이 확정되었거나 확정될 수 있는 비파생금융자산으로서 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력이 있는 경우에 분류되는 비파생금융자산입니다. 만기보유금융자산은 유효이자율법을 적용하여 상각후원가로 측정합니다.

나. 금융부채

당사는 금융부채를 계약상 내용의 실질과 금융부채의 정의에 따라 당기손익인식금융부채, 상각후원가로 측정하는 금융부채로 분류하고 있습니다. 당사의 경영진은 최초 인식시점에서 이러한 금융부채의 분류를 결정하고 계약의 당사자가 되는 때에 재무상태표에 인식하고 있습니다. 금융부채는 최초인식시 공정가치로 인식하고 있습니다. 금융부채는 소멸한 경우에만 재무상태표에서 제거하고 있습니다.

- 당기손익인식금융부채

주로 단기간 내에 재매입할 목적으로 부담하는 금융부채는 당기손익인식금융부채로 분류합니다. 당기손익인식금융부채는 공정가치로 측정하며, 공정가치 변동으로 발생한 모든 손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 최초 인식시점에 발행과 관련하여 발생한 거래비용은 발생 즉시 당기 비용으로 인식하고 있습니다.

- 상각후원가로 측정하는 금융부채

당기손익인식금융부채 및 금융자산의 양도가 제거조건을 충족하지 못하는 경우에 발생하는 금융부채를 제외한 모든 비파생금융부채를 상각후원가로 측정하는 금융부채로 분류하고 있습니다. 기타금융부채는 유효이자율법을 사용한 상각후원가로 측정하며, 이자비용의 인식이 중요하지 않은 단기채무를 제외하고는 유효이자율법을 사용하여 이자비용을 인식하고 있습니다. 상각후원가로 측정하는 금융부채는 최초인식시점의 측정금액에서 상환된 원금을 차감하고, 최초인식금액과 만기금액의 차액에 유효이자율법을 적용하여 계산된 상각누계액을 가감한 금액으로 계상됩니다.

다. 파생상품

당사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피와 해외사업장에 대한 순투자에 대한 위험회피금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

라. 범주별 금융상품

- 보고기간종료일 현재 당사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(1) 2014년 1분기말

[단위 : 백만원]

금융자산	당기손익인식 금융자산	대여금 및 수취채권	매도가능 금융자산	합계
현금및현금성자산	-	18,150,284	-	18,150,284
단기금융상품	-	41,261,844	-	41,261,844
단기매도가능금융자산	-	-	2,066,226	2,066,226
매출채권	-	25,235,924	-	25,235,924
장기매도가능금융자산	-	-	8,139,616	8,139,616
기타	59,206	6,331,258	-	6,390,464
계	59,206	90,979,310	10,205,842	101,244,358

[단위 : 백만원]

금융부채	당기손익인식 금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	기타금융부채	합계
매입채무	-	10,263,011	-	10,263,011
단기차입금	-	2,604,866	4,677,703	7,282,569
미지급금	-	10,118,403	-	10,118,403
유동성장기부채	-	1,222,558	-	1,222,558
사채	-	1,326,287	-	1,326,287
장기차입금	-	2,647,966	-	2,647,966
장기미지급금	-	2,708,783	-	2,708,783
기타	274,645	7,880,807	-	8,155,452
계	274,645	38,772,681	4,677,703	43,725,029

(2) 2013년말

[단위 : 백만원]

금융자산	당기손익인식 금융자산	대여금 및 수취채권	매도가능 금융자산	합계
현금및현금성자산	-	16,284,780	-	16,284,780
단기금융상품	-	36,722,702	-	36,722,702
단기매도가능금융자산	-	-	1,488,527	1,488,527
매출채권	-	24,988,532	-	24,988,532
장기매도가능금융자산	-	-	6,238,380	6,238,380
기타	40,552	5,432,404	-	5,472,956
계	40,552	83,428,418	7,726,907	91,195,877

[단위 : 백만원]

금융부채	당기손익인식 금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	기타금융부채	합계
매입채무	-	8,437,139	-	8,437,139
단기차입금	-	3,181,582	3,256,935	6,438,517
미지급금	-	7,877,581	-	7,877,581
유동성장기부채	-	2,425,831	-	2,425,831
사채	-	1,311,068	-	1,311,068
장기차입금	-	985,117	-	985,117
장기미지급금	-	1,023,714	-	1,023,714
기타	244,172	10,618,340	-	10,862,512
계	244,172	35,860,372	3,256,935	39,361,479

- 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 당사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당분기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	합계
(1) 자 산	-	-	-	-
파생상품	-	59,206	-	59,206
장단기매도가능금융자산(*)	5,346,482	1,328,186	3,128,764	9,803,432
(2) 부 채	-	-	-	-
파생상품	-	274,645	-	274,645

구 분	전기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	합계
(1) 자 산	-	-	-	-
파생상품	-	40,552	-	40,552
장단기매도가능금융자산(*)	5,656,806	1,188,498	493,378	7,338,682
(2) 부 채	-	-	-	-
파생상품	-	244,172	-	244,172

(*) 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률 및 적용할 할인율을 신뢰성 있게 산정할 수 없어 취득원가로 평가한 금액(당분기: 402,410백만원, 전기: 388,225백만원)이 제외되어 있습니다.

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- Level 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- Level 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)
- Level 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 매도가능으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당

상품은 Level 3에 포함됩니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

가. 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

나. 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

- 가치평가기법 및 투입변수

가. 당사는 공정가치 서열체계에서 Level 2로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있으며, 통화선도에 대하여 기초자산의 가격이 이항확률분포를 따른다는 가정하에 도출된 이항모형을 사용하고 있습니다.

나. Level 3로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구분	공정가치	가치평가기법	투입변수	투입변수 범위 (가중평균)
장기매도가능금융자산				
Corning Incorporated 전환우선주	2,645,064	삼항모형	위험 할인율	5.88%~7.88% (6.88%)
			가격 변동성	32.50%~38.50% (35.50%)

- Level 3로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

민감도 분석 대상인 Level 3로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 기타포괄손익효과(법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다(단위: 백만원)

구분	유리한 변동	불리한 변동
장기매도가능금융자산		
Corning Incorporated 전환우선주(*)	194,203	(186,824)

(*) 관측불가능한 투입변수인 변동성(32.50~38.50%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

※ 자세한 사항은 II.사업의 내용의 7. 시장위험과 위험관리 부분을 참조하십시오.

마. 유형자산

당사는 공시대상기간중 유형자산에 대한 재평가를 시행하지 않았습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

2. 전문가와의 이해관계